Power Panel 500

Anwenderhandbuch

Version: 1.00 (März 2011)

Best. Nr.: MAPP500-GER

Alle Angaben entsprechen dem aktuellen Stand zum Zeitpunkt der Erstellung bzw. der Drucklegung des Handbuches. Inhaltliche Änderungen dieses Handbuches behalten wir uns ohne Ankündigung vor. Die Bernecker + Rainer Industrie-Elektronik Ges.m.b.H. haftet nicht für technische oder drucktechnische Fehler und Mängel in diesem Handbuch. Außerdem übernimmt die Bernecker + Rainer Industrie-Elektronik Ges.m.b.H. keine Haftung für Schäden, die direkt oder indirekt auf Lieferung, Leistung und Nutzung dieses Materials zurückzuführen sind. Wir weisen darauf hin, dass die in diesem Dokument verwendeten Soft- und Hardwarebezeichnungen und Markennamen der jeweiligen Firmen dem allgemeinen warenzeichen-, marken- oder patentrechtlichen Schutz unterliegen.

Kapitel 1: Allgemeines Kapitel 2: Technische Daten

Kapitel 4: Software

Kapitel 3: Inbetriebnahme

Kapitel 5: Zubehör

Kapitel 6: Wartung / Instandhaltung

Anhang A

Inhaltsverzeichnis

4. Handley alabiatavia	
1 Handbuchhistorie	12
2 Sicherheitshinweise	13
2.1 Bestimmungsgemäße Verwendung	13
2.2 Schutz vor elektrostatischen Entladungen	13
2.2.1 Verpackung	13
2.2.2 Vorschriften für die ESD- gerechte Handhabung	13
2.3 Vorschriften und Maßnahmen	14
2.4 Transport und Lagerung	14
2.5 Montage	
2.6 Betrieb.	15
2.6.1 Schutz gegen Berühren elektrischer Teile	15
2.6.2 Umgebungsbedingungen - Staub, Feuchtigkeit, aggressive Gase	15
2.6.3 Programme, Viren und schädliche Programme	
2.7 Umweltgerechte Entsorgung	
2.7.1 Werkstofftrennung	16
3 Gestaltung von Sicherheitshinweisen	17
4 Richtlinien	
5 Übersicht	18
Kapitel 2: Technische Daten	21
1 Einleitung	21
1 Einleitung	21 21
Einleitung 1.1 Für jede Automatisierungsaufgabe das passende Gerät 1.2 Panels mit der Leistung eines Industrie PCs	21 21 21
Einleitung	21 21 21
Einleitung	21 21 21 21
1 Einleitung	212121212122
1 Einleitung	
1 Einleitung	
1.1 Für jede Automatisierungsaufgabe das passende Gerät 1.2 Panels mit der Leistung eines Industrie PCs 1.3 Komplettlösung mit höchster Flexibilität 1.4 Offene Systemplattform 1.5 Features 1.6 Aufbau / Konfiguration 1.6.1 Konfiguration Grundsystem 1.6.2 Konfiguration Software, Zubehör	
1 Einleitung	
1 Einleitung	
1 Einleitung 1.1 Für jede Automatisierungsaufgabe das passende Gerät 1.2 Panels mit der Leistung eines Industrie PCs 1.3 Komplettlösung mit höchster Flexibilität 1.4 Offene Systemplattform 1.5 Features 1.6 Aufbau / Konfiguration 1.6.1 Konfiguration Grundsystem 1.6.2 Konfiguration Software, Zubehör 1.7 Unterschiede Power Panel 500 zu Power Panel 300/400 1.7.1 Allgemein 1.7.2 Mechanisch	
1 Einleitung 1.1 Für jede Automatisierungsaufgabe das passende Gerät 1.2 Panels mit der Leistung eines Industrie PCs 1.3 Komplettlösung mit höchster Flexibilität 1.4 Offene Systemplattform 1.5 Features 1.6 Aufbau / Konfiguration 1.6.1 Konfiguration Grundsystem 1.6.2 Konfiguration Software, Zubehör 1.7 Unterschiede Power Panel 500 zu Power Panel 300/400 1.7.1 Allgemein 1.7.2 Mechanisch 2 Gesamtgerät	
1 Einleitung 1.1 Für jede Automatisierungsaufgabe das passende Gerät 1.2 Panels mit der Leistung eines Industrie PCs 1.3 Komplettlösung mit höchster Flexibilität 1.4 Offene Systemplattform 1.5 Features 1.6 Aufbau / Konfiguration 1.6.1 Konfiguration Grundsystem 1.6.2 Konfiguration Software, Zubehör 1.7 Unterschiede Power Panel 500 zu Power Panel 300/400 1.7.1 Allgemein 1.7.2 Mechanisch 2 Gesamtgerät 2.1 Temperaturangaben	
1 Einleitung	
1 Einleitung	
1 Einleitung 1.1 Für jede Automatisierungsaufgabe das passende Gerät 1.2 Panels mit der Leistung eines Industrie PCs 1.3 Komplettlösung mit höchster Flexibilität 1.4 Offene Systemplattform 1.5 Features 1.6 Aufbau / Konfiguration 1.6.1 Konfiguration Grundsystem 1.6.2 Konfiguration Software, Zubehör 1.7 Unterschiede Power Panel 500 zu Power Panel 300/400 1.7.1 Allgemein 1.7.2 Mechanisch 2 Gesamtgerät 2.1 Temperaturangaben 2.1.1 Temperatursensorpositionen 2.1.2 Temperaturüberwachung 2.2 Luftfeuchtigkeitsangaben	
1 Einleitung 1.1 Für jede Automatisierungsaufgabe das passende Gerät 1.2 Panels mit der Leistung eines Industrie PCs 1.3 Komplettlösung mit höchster Flexibilität. 1.4 Offene Systemplattform 1.5 Features 1.6 Aufbau / Konfiguration 1.6.1 Konfiguration Grundsystem 1.6.2 Konfiguration Software, Zubehör 1.7 Unterschiede Power Panel 500 zu Power Panel 300/400 1.7.1 Allgemein 1.7.2 Mechanisch 2 Gesamtgerät 2.1 Temperaturangaben 2.1.1 Temperatursensorpositionen 2.1.2 Temperaturüberwachung 2.2 Luftfeuchtigkeitsangaben 2.3 Serialnummernaufkleber	
1 Einleitung 1.1 Für jede Automatisierungsaufgabe das passende Gerät 1.2 Panels mit der Leistung eines Industrie PCs 1.3 Komplettlösung mit höchster Flexibilität 1.4 Offene Systemplattform 1.5 Features 1.6 Aufbau / Konfiguration 1.6.1 Konfiguration Grundsystem 1.6.2 Konfiguration Software, Zubehör 1.7 Unterschiede Power Panel 500 zu Power Panel 300/400 1.7.1 Allgemein 1.7.2 Mechanisch 2 Gesamtgerät 2.1 Temperaturangaben 2.1.1 Temperatursensorpositionen 2.1.2 Temperaturüberwachung 2.2 Luftfeuchtigkeitsangaben 2.3 Serialnummernaufkleber 2.4 Geräteschnittstellen	
1 Einleitung 1.1 Für jede Automatisierungsaufgabe das passende Gerät 1.2 Panels mit der Leistung eines Industrie PCs 1.3 Komplettlösung mit höchster Flexibilität 1.4 Offene Systemplattform 1.5 Features 1.6 Aufbau / Konfiguration 1.6.1 Konfiguration Grundsystem 1.6.2 Konfiguration Software, Zubehör 1.7 Unterschiede Power Panel 500 zu Power Panel 300/400 1.7.1 Allgemein 1.7.2 Mechanisch 2 Gesamtgerät 2.1 Temperaturangaben 2.1.1 Temperatursensorpositionen 2.1.2 Temperaturüberwachung 2.2 Luftfeuchtigkeitsangaben 2.3 Serialnummernaufkleber 2.4 Geräteschnittstellen 2.4.1 Geräteschittstellen Übersicht	
1 Einleitung 1.1 Für jede Automatisierungsaufgabe das passende Gerät 1.2 Panels mit der Leistung eines Industrie PCs 1.3 Komplettlösung mit höchster Flexibilität 1.4 Offene Systemplattform 1.5 Features 1.6 Aufbau / Konfiguration 1.6.1 Konfiguration Grundsystem 1.6.2 Konfiguration Software, Zubehör 1.7 Unterschiede Power Panel 500 zu Power Panel 300/400 1.7.1 Allgemein 1.7.2 Mechanisch 2 Gesamtgerät 2.1 Temperaturangaben 2.1.1 Temperatursensorpositionen 2.1.2 Temperaturüberwachung 2.2 Luftfeuchtigkeitsangaben 2.3 Serialnummernaufkleber 2.4 Geräteschnittstellen	

2.4.4 Ethernet (ETH)	33
2.4.5 USB Schnittstellen (USB1, 2, 3)	34
2.4.6 Batterie	36
2.4.7 CompactFlash Slot	37
2.4.8 SD Memory Card Slot	38
2.4.9 Power Taster	39
2.4.10 Reset Taster	
2.4.11 Mode / Node Schalter	40
2.4.12 Status LEDs	
2.4.13 Interface Board Einschub	42
3 Einzelkomponenten	
3.1 Systemeinheiten	
3.1.1 5,7" Systemeinheiten	43
3.1.2 7" Systemeinheit	60
3.1.3 10,4" Systemeinheiten	65
3.1.4 12,1" Systemeinheit	89
3.1.5 15" Systemeinheiten	95
3.2 CPU Boards US15W	113
3.2.1 Allgemeines	113
3.2.2 Bestelldaten	113
3.2.3 Technische Daten	114
3.3 Hauptspeicher	115
3.3.1 Allgemeines	115
3.3.2 Bestelldaten	115
3.3.3 Technische Daten	115
3.4 Interface Boards	116
3.4.1 5PP5IF.CETH-00	116
3.4.2 5PP5IF.CHDA-00	118
3.4.3 5PP5IF.FPLM-00	120
Kapitel 3: Inbetriebnahme	123
1 Montage	
1.1 Montage mit Halteklammern	
1.2 Montage mit Klemmblöcken	
1.3 Wichtige Informationen zur Montage	
2 Einbaulagen	
2.1 Einbaulagen 0°	
2.2 Einbaulagen 45°	
2.3 Einbaulagen 90°	
3 Touchkalibrierung	
3.1 Windows XP Professional	
3.2 Windows Embedded Standard 2009	
3.3 Windows 7	
3.4 Windows Embedded Standard 7	

Inhaltsverzeichnis

3.5 Automation Runtime / Visual Components	
4 Anwendertipps zur Erhöhung der Displaylebensdauer	129
4.1 Backlight	129
4.1.1 Wie kann die Lebenszeit von Backlights verlängert werden?	129
4.2 Image Sticking	129
4.2.1 Wodurch wird Image Sticking verursacht?	129
4.2.2 Wie kann Image Sticking reduziert werden?	129
5 Pixelfehler	130
Kapitel 4: Software	131
1 BIOS Optionen	131
1.1 Allgemeines	131
1.2 BIOS Setup und Startvorgang	131
1.2.1 BIOS Setup Tasten	133
1.3 Main	
1.4 OEM Features	135
1.4.1 Baseboard Features	
1.4.2 Display Features	
1.4.3 IO Module Features	
1.4.4 IF Module Features	
1.4.5 RAM Features	
1.5 Advanced	
1.5.1 RAM Configuration	
1.5.2 Boot Configuration	
1.5.3 Peripheral Configuration	
1.5.4 IDE Configuration	
1.5.5 Video Configuration	
1.5.6 USB Configuration	
1.5.7 SDIO Configuration	
1.5.8 ACPI Table/Features Control	
1.5.9 PCI Express Root Port 1	
1.5.10 PCI Express Root Port 2	
1.6 Security	
1.7 Power	
1.7.1 Advanced CPU Control	
1.7.2 Platform Power Management	
1.8 Boot	
1.8.1 Legacy	
1.9 Exit	
1.10 BIOS Defaulteinstellungen	
1.10.1 Main	
1.10.2 OEM Features	
1.10.3 Advanced	
1.10.4 Power	
1.10.110.110.100	100

	1.10.5 Boot	190
	1.11 Ressourcenaufteilung	191
	1.11.1 RAM-Adressbelegung	191
	1.11.2 I/O-Adressbelegung	191
	1.11.3 Interrupt- Zuweisungen in PIC Mode	.191
	1.11.4 Interrupt- Zuweisungen in APIC Mode	192
2	Windows XP Professional	194
	2.1 Bestelldaten	194
	2.2 Übersicht	194
	2.3 Installation	194
	2.4 Treiber	195
3	Windows 7	196
	3.1 Allgemeines	
	3.2 Bestelldaten	
	3.3 Übersicht	
	3.4 Installation	
	3.5 Treiber	
	3.6 Eigenheiten, Einschränkungen	
4	Windows Embedded Standard 2009	
	4.1 Allgemeines	
	4.2 Bestelldaten	
	4.3 Übersicht	
	4.4 Features mit WES2009 (Windows Embedded Standard 2009)	
	4.5 Installation	
	4.6 Treiber	
	4.6.1 Touch Screen Treiber	
5	Windows Embedded Standard 7	
_	5.1 Allgemeines	
	5.2 Bestelldaten	
	5.3 Übersicht	
	5.4 Features mit WES7 (Windows Embedded Standard 7)	
	5.5 Installation	
	5.6 Treiber	
	5.6.1 Touch Screen Treiber	
۴	Automation Runtime	
J	6.1 Allgemeines	
	6.2 Bestelldaten	
	6.3 Automation Runtime Windows (ARwin)	
	6.4 Automation Runtime Embedded (ARemb)	
	0.4 Automation Runtime Embedded (Artemb)	203
L	Capitel 5: Zubehör2	one.
1	Ersatz CMOS Batterien	
	1.1 0AC201.91 / 4A0006.00-000	
	1.2 Allgemeines	.206

Inhaltsverzeichnis

	1.3 Bestelldaten	206
	1.4 Technische Daten	. 206
2	Spannungsversorgungsstecker	208
	2.1 0TB103.9x	.208
	2.1.1 Allgemeines	.208
	2.1.2 Bestelldaten	.208
	2.1.3 Technische Daten	208
3	CompactFlash Karten	.210
	3.1 Allgemeines	.210
	3.2 Grundlagen	210
	3.2.1 Flashtechnologie	210
	3.2.2 Wear Leveling	210
	3.2.3 Fehlerkorrektur ECC	211
	3.2.4 Maximale Zuverlässigkeit	.211
	3.3 5CFCRD.xxxx-04	212
	3.3.1 Allgemeines	.212
	3.3.2 Bestelldaten	.212
	3.3.3 Technische Daten	213
	3.3.4 Temperatur Luftfeuchtediagramm	.215
	3.3.5 Abmessungen	215
	3.3.6 Benchmark	216
	3.4 5CFCRD.xxxx-03	217
	3.4.1 Allgemeines	.217
	3.4.2 Bestelldaten	.217
	3.4.3 Technische Daten	218
	3.4.4 Temperatur Luftfeuchtediagramm	.220
	3.4.5 Abmessungen	
	3.5 Bekannte Probleme / Eigenheiten	. 221
4	USB Memory Stick	222
	4.1 5MMUSB.2048-01	.222
	4.1.1 Allgemeines	.222
	4.1.2 Bestelldaten	.222
	4.1.3 Technische Daten	. 223
	4.1.4 Temperatur Luftfeuchtediagramm	.224
5	USB Schnittstellenabdeckung	225
	5.1 5AC900.1201-00	. 225
	5.1.1 Allgemeines	.225
	5.1.2 Bestelldaten	
	5.2 5AC900.1201-01	
	5.2.1 Allgemeines	.225
	5.2.2 Bestelldaten	
6	Klemmblock	
	6.1 5AC900.BLOC-00	
	6.1.1 Allgemeines	

6.1.2 Bestelldaten	226
6.2 5AC900.BLOC-01	226
6.2.1 Allgemeines	226
6.2.2 Bestelldaten	227
7 Clip	228
7.1 5AC900.CLIP-01	228
7.1.1 Allgemeines	228
7.1.2 Bestelldaten	228
Kapitel 6: Wartung / Instandhaltung	229
1 Reinigung	
2 Batteriewechsel	
2.1 Batteriestatusermittlung	
2.2 Vorgangsweise	
Anhang A	233
1 Maintenance Controller Extended (MTCX)	
2 Touch Screen AMT 5-Draht	
2.1 Technische Daten	
2.2 Temperatur Luftfeuchtediagramm	236
2.3 Reinigung	
3 Dekorfolie	
4 Blickwinkel	238
5 Einbaukompatibilitäten	
5.1 Kompatibilitätsübersicht	
5.2 Kompatibilitätsdetails	
5.2.1 Beispiel	
5.2.2 5,7" Geräte	
5.2.3 10,4" Geräte	
5.2.4 12,1" Geräte	
5.2.5 15" Geräte	
5.2.6 17" Geräte	
5.2.7 19" Geräte	
5.2.8 21,3" Geräte	
6 Abkürzungen	
7 Glossar	251

Kapitel 1 • Allgemeines

1 Handbuchhistorie

Version	Datum	Änderung
0.10 Preliminary	19.11.2010	- Erste Version
0.20 Preliminary	15.12.2010	- Technische Daten des Displays der 5,7" und 7" Systemeinheiten wurden korrigiert Technische Daten des 5PP5IO.GNAC-00 I/O Boards wurden korrigiert Die Abmessungszeichnung "5PP520.0573-01 - Abmessungen" wurde korrigiert.
0.21 Preliminary	21.12.2010	- Die Angabe des Grafikspeichers der CPU Boards wurde korrigiert.
0.50 Preliminary	23.12.2010	- Der Abschnitt 1 "BIOS Optionen", auf Seite 131 wurde ergänzt.
0.51 Preliminary	24.01.2011	Die Beschreibung der Menüpunkte "PCI Express Root Port 1", auf Seite 163 und "PCI Express Root Port 2", auf Seite 167 im Abschnitt 1 "BIOS Optionen" wurde ergänzt. Abschnitt 2.3 "Serialnummernaufkleber", auf Seite 28 wurde ergänzt. Abschnitt 1 "Maintenance Controller Extended (MTCX)", auf Seite 233 wurde überarbeitet.
1.00	29.03.2011	 Die Abschnitte 5 "Windows Embedded Standard 7", auf Seite 201 und 4 "Windows Embedded Standard 2009", auf Seite 198 wurden im Kapitel Kapitel 4 "Software" ergänzt. Die Umgebungstemperaturen der PP500 Systemeinheiten ohne Tasten wurden in den Technischen Daten ergänzt. Die Vibrations- und Schockangaben und der Einschaltstrom der PP500 Systemeinheiten wurden in den Technischen Daten ergänzt. Abmessungszeichnungen von den Systemeinheiten 5PP520.1214-00, 5PP552.0573-00, 5PP580.1043-00, 5PP580.1505-00, 5PP581.1043-00, 5PP581.1505-00 und 5PP582.1043-00 ergänzt. Die Technischen Daten der Systemeinheiten wurden um die Attibute "Meereshöhe" in der Kategorie "Umgebungsbedingungen" und "Schutzart nach EN 60529" in der Kategorie "Einsatzbedingungen" ergänzt. Die Beschreibung des Mode / Node Schalters in der Stellung "FF" wurde geändert, siehe "Mode / Node Schalter", auf Seite 40. Die Systemeinheit 5PP520.0573-01, der Abschnitt "I/O Boards" und der Abschnitt "I/O Board Einschub" wurde entfernt. Das BIOS wurde auf die Version N0.15 aktualisiert. Der Abschnitt 2 "Einbaulagen", auf Seite 125 wurde in Kapitel Kapitel 3 "Inbetriebnahme" ergänzt. Der Informationstext im Abschnitt 2.4.9 "Power Taster", auf Seite 39 wurde entfernt. Bei einem BIOS Updatefehler wird nun automatisch das Backup BIOS geladen. Der Abschnitt 6 "Automation Runtime", auf Seite 204 im Kapitel Kapitel 4 "Software" wurde ergänzt. Die max. spezifizierten Temperaturen der Temperatursensoren im Abschnitt 2.1.1 "Temperatursensorpositionen", auf Seite 26 wurden ergänzt. Der Abschnitt 2.4.11 "Mode / Node Schalter", auf Seite 40 wurde geändert.

Tabelle 1: Handbuchhistorie

2 Sicherheitshinweise

2.1 Bestimmungsgemäße Verwendung

Speicherprogrammierbare Steuerungen (wie z.B. RPS, SPS, PLC usw.), Bedien- und Beobachtungsgeräte (wie z.B. Industrie PC's, Power Panels, Mobile Panels usw.) wie auch die Unterbrechungsfreie Stromversorgung von B&R sind für den gewöhnlichen Einsatz in der Industrie entworfen, entwickelt und hergestellt worden. Diese wurden nicht entworfen, entwickelt und hergestellt für einen Gebrauch, der verhängnisvolle Risiken oder Gefahren birgt, die ohne Sicherstellung außergewöhnlich hoher Sicherheitsmaßnahmen zu Tod, Verletzung, schweren physischen Beeinträchtigungen oder anderweitigem Verlust führen können. Solche stellen insbesondere die Verwendung bei der Überwachung von Kernreaktionen in Kernkraftwerken, von Flugleitsystemen, bei der Flugsicherung, bei der Steuerung von Massentransportmitteln, bei medizinischen Lebenserhaltungssystemen, und Steuerung von Waffensystemen dar.

2.2 Schutz vor elektrostatischen Entladungen

Elektrische Baugruppen, die durch elektrostatische Entladungen (ESD) beschädigt werden können, sind entsprechend zu handhaben.

2.2.1 Verpackung

- Elektrische Baugruppen mit Gehäuse
 - ... benötigen keine spezielle ESD- Verpackung, sie sind aber korrekt zu handhaben(siehe "Elektrische Baugruppen mit Gehäuse").
- Elektrische Baugruppen ohne Gehäuse
 - ... sind durch ESD- taugliche Verpackungen geschützt.

2.2.2 Vorschriften für die ESD- gerechte Handhabung

Elektrische Baugruppen mit Gehäuse

- Kontakte von Steckverbindern von angeschlossenen Kabeln nicht berühren.
- Kontaktzungen von Leiterplatten nicht berühren.

Elektrische Baugruppen ohne Gehäuse

Zusätzlich zu "Elektrische Baugruppen mit Gehäuse" gilt

- Alle Personen, die elektrische Baugruppen handhaben, sowie Geräte, in die elektrische Baugruppen eingebaut werden, müssen geerdet sein.
- Baugruppen dürfen nur an den Schmalseiten oder an der Frontplatte berührt werden.
- Baugruppen immer auf geeigneten Unterlagen (ESD- Verpackung, leitfähiger Schaumstoff, etc.) ablegen. Metallische Oberflächen sind keine geeigneten Ablageflächen!

Allgemeines • Sicherheitshinweise

- Elektrostatische Entladungen auf die Baugruppen (z.B. durch aufgeladene Kunststoffe) sind zu vermeiden.
- Zu Monitoren oder Fernsehgeräten muss ein Mindestabstand von 10 cm eingehalten werden
- Messgeräte und -vorrichtungen müssen geerdet werden.
- Messspitzen von potenzialfreien Messgeräten sind vor der Messung kurzzeitig an geeigneten geerdeten Oberflächen zu entladen.

Einzelbauteile

- ESD- Schutzmaßnahmen für Einzelbauteile sind bei B&R durchgängig verwirklicht (leitfähige Fußböden, Schuhe, Armbänder, etc.).
- Die erhöhten ESD- Schutzmaßnahmen für Einzelbauteile sind für das Handling von B&R Produkten bei unseren Kunden nicht erforderlich.

2.3 Vorschriften und Maßnahmen

Elektronische Geräte sind grundsätzlich nicht ausfallsicher. Bei Ausfall der Speicherprogrammierbaren Steuerung, des Bedien- oder Steuerungsgerätes bzw. einer Unterbrechungsfreien Stromversorgung ist der Anwender selbst dafür verantwortlich, dass angeschlossene Geräte, wie z.B. Motoren in einen sicheren Zustand gebracht werden.

Sowohl beim Einsatz von Speicherprogrammierbaren Steuerungen als auch beim Einsatz von Bedien- und Beobachtungsgeräten als Steuerungssystem in Verbindung mit einer Soft-PLC (z.B. B&R Automation Runtime oder vergleichbare Produkte) bzw. einer Slot-PLC (z.B. B&R LS251 oder vergleichbare Produkte) sind die für die industriellen Steuerungen geltenden Sicherheitsmaßnahmen (Absicherung durch Schutzeinrichtungen wie z.B. Not-Aus etc.) gemäß den jeweils zutreffenden nationalen bzw. internationalen Vorschriften zu beachten. Dies gilt auch für alle weiteren angeschlossenen Geräte wie z.B. Antriebe.

Alle Arbeiten wie Installation, Inbetriebnahme und Service dürfen nur durch qualifiziertes Fachpersonal ausgeführt werden. Qualifiziertes Fachpersonal sind Personen, die mit Transport, Aufstellung, Montage, Inbetriebnahme und Betrieb des Produktes vertraut sind und über die ihrer Tätigkeit entsprechenden Qualifikationen verfügen (z. B. IEC 60364). Nationale Unfallverhütungsvorschriften sind zu beachten.

Die Sicherheitshinweise, die Angaben zu den Anschlussbedingungen (Typenschild und Dokumentation) und die in den technischen Daten angegebenen Grenzwerte sind vor der Installation und Inbetriebnahme sorgfältig durchzulesen und unbedingt einzuhalten.

2.4 Transport und Lagerung

Bei Transport und Lagerung müssen die Geräte vor unzulässigen Beanspruchungen (mechanische Belastung, Temperatur, Feuchtigkeit, aggressive Atmosphäre) geschützt werden.

2.5 Montage

- Die Montage muss entsprechend der Dokumentation mit geeigneten Einrichtungen und Werkzeugen erfolgen.
- Die Montage der Geräte darf nur in spannungsfreiem Zustand und durch qualifiziertes Fachpersonal erfolgen. Der Schaltschrank ist zuvor spannungsfrei zu schalten und gegen Wiedereinschalten zu sichern.
- Die allgemeinen Sicherheitsbestimmungen, sowie die national geltenden Unfallverhütungsvorschriften sind zu beachten.
- Die elektrische Installation ist nach den einschlägigen Vorschriften durchzuführen (z. B. Leitungsquerschnitt, Absicherung, Schutzleiteranbindung).

2.6 Betrieb

2.6.1 Schutz gegen Berühren elektrischer Teile

Zum Betrieb der Speicherprogrammierbaren Steuerungen sowie der Bedien- und Beobachtungsgeräte und der Unterbrechungsfreien Stromversorgung ist es notwendig, dass bestimmte Teile unter gefährlichen Spannungen von über 42 VDC stehen. Werden solche Teile berührt, kann es zu einem lebensgefährlichen elektrischen Schlag kommen. Es besteht die Gefahr von Tod oder schweren gesundheitlichen oder materiellen Schäden.

Vor dem Einschalten der Speicherprogrammierbaren Steuerungen, der Bedien- und Beobachtungsgeräte sowie der Unterbrechungsfreien Stromversorgung muss sichergestellt sein, dass das Gehäuse ordnungsgemäß mit Erdpotential (PE-Schiene) verbunden ist. Die Erdverbindungen müssen auch angebracht werden, wenn das Bedien- und Beobachtungsgerät sowie die Unterbrechungsfreie Stromversorgung nur für Versuchszwecke angeschlossen oder nur kurzzeitig betrieben wird!

Vor dem Einschalten sind spannungsführende Teile sicher abzudecken. Während des Betriebes müssen alle Abdeckungen geschlossen gehalten werden.

2.6.2 Umgebungsbedingungen - Staub, Feuchtigkeit, aggressive Gase

Der Einsatz von Bedien- und Beobachtungsgeräten (wie z.B. Industrie PC's, Power Panels, Mobile Panels usw.) und Unterbrechungsfreien Stromversorgungen in staubbelasteter Umgebung ist zu vermeiden. Es kann dabei zu Staubablagerungen kommen, die das Gerät in dessen Funktion beeinflussen, insbesondere bei Systemen mit aktiver Kühlung (Lüfter), kann dadurch u.U. keine ausreichende Kühlung mehr gewährleistet werden.

Treten in der Umgebung aggressive Gase auf, können diese ebenso zu Funktionsstörungen führen. In Verbindung mit hoher Temperatur und Luftfeuchtigkeit setzen aggressive Gase - beispielsweise mit Schwefel-, Stickstoff- und Chlorbestandteilen - chemische Prozesse in Gang, welche sehr schnell elektronische Bauteile beeinträchtigen bzw. schädigen können. Ein Anzeichen für aggressive Gase sind geschwärzte Kupferoberflächen und Kabelenden in vorhandenen Installationen.

Allgemeines • Sicherheitshinweise

Bei Betrieb in Räumen mit funktionsgefährdendem Staub- und Feuchtigkeitsniederschlag sind Bedien- und Beobachtungsgeräte, wie Automation Panel oder Power Panel bei vorschriftsmäßigem Einbau (z.B. Wanddurchbruch) frontseitig gegen das Eindringen von Staub und Feuchtigkeit geschützt. Rückseitig jedoch müssen alle Geräte gegen das Eindringen von Staub und Feuchtigkeit geschützt werden bzw. der Staubniederschlag ist in geeigneten Zeitabständen zu entfernen

2.6.3 Programme, Viren und schädliche Programme

Jeder Datenaustausch bzw. jede Installation von Software mittels Datenträger (z.B. Diskette, CD-ROM, USB Memory Stick, usw.) oder über Netzwerke sowie Internet stellt eine potentielle Gefährdung für das System dar. Es liegt in der Eigenverantwortung des Anwenders diese Gefahren abzuwenden und durch entsprechende Maßnahmen wie z.B. Virenschutzprogramme, Firewalls, usw. abzusichern sowie nur Software aus vertrauenswürdigen Quellen einzusetzen.

2.7 Umweltgerechte Entsorgung

Alle speicherprogrammierbaren Steuerungen sowie die Bedien- und Beobachtungsgeräte und die Unterbrechungsfreien Stromversorgungen von B&R sind so konstruiert, dass sie die Umwelt so gering wie möglich belasten.

2.7.1 Werkstofftrennung

Damit die Geräte einem umweltgerechten Recycling-Prozess zugeführt werden können, ist es notwendig, die verschiedenen Werkstoffe voneinander zu trennen.

Bestandteil	Entsorgung
Speicherprogrammierbare Steuerungen Bedien- und Beobachtungsgeräte Unterbrechungsfreie Stromversorgung Batterien & Akkumulatoren Kabel	Elektronik Recycling
Karton/Papier Verpackung	Papier-/Kartonage Recycling
Plastik Verpackungsmaterial	Plastik Recycling

Tabelle 2: Umweltgerechte Werkstofftrennung

Die Entsorgung muss gemäß den jeweils gültigen gesetzlichen Regelungen erfolgen.

3 Gestaltung von Sicherheitshinweisen

Die Sicherheitshinweise werden im vorliegenden Handbuch wie folgt gestaltet:

Sicherheitshinweis	Beschreibung	
Gefahr!	Bei Missachtung der Sicherheitsvorschriften und -hinweise besteht Todesgefahr.	
Vorsicht! Bei Missachtung der Sicherheitsvorschriften und -hinweise besteht die Gefahr schwerer Verletzungen ode großer Sachschäden.		
Warnung!	Bei Missachtung der Sicherheitsvorschriften und -hinweise besteht die Gefahr von Verletzungen oder von Sachschäden.	
Information:	Wichtige Angaben zur Vermeidung von Fehlfunktionen.	

Tabelle 3: Gestaltung von Sicherheitshinweisen

4 Richtlinien

Für alle Bemaßungszeichnungen (z.B. Abmessungszeichnungen, etc.) sind die europäischen Bemaßungsnormen gültig.

Alle Abmessungen in mm.

Nennmaßbereich	Allgemeintoleranz nach DIN ISO 2768 mittel
bis 6 mm	± 0,1 mm
über 6 bis 30 mm	± 0,2 mm
über 30 bis 120 mm	± 0,3 mm
über 120 bis 400 mm	± 0,5 mm
über 400 bis 1000 mm	± 0,8 mm

Tabelle 4: Nennmaßbereiche

5 Übersicht

Produktbezeichnung	Kurzbeschreibung	auf Seite
5PP551.0573-00	Power Panel 551 5,7" VGA TFT Display; 22 Funktions- und 20 Systemtasten; Anschlüsse für 1x RS232, 2x USB 2.0, 1x Ethernet 10/100/1000; erweiterbar mit einem Interface Board; Schutzart IP65 (frontseitig); 24 VDC Stecker für Spannungsversorgung gesondert bestellen (Schraubklemme: 0TB103.9; Federzugklemme: 0TB103.91).	48
5PP552.0573-00	Power Panel 552 5,7" VGA TFT Display; 20 Funktions- und 20 Systemtasten; Anschlüsse für 1x RS232, 2x USB 2.0, 1x Ethernet 10/100/1000; erweiterbar mit einem Interface Board; Schutzart IP66 (frontseitig); 24 VDC Stecker für Spannungsversorgung gesondert bestellen (Schraubklemme: 0TB103.9; Federzugklemme: 0TB103.91).	54
5PP580.1043-00	Power Panel 580 10.4" VGA TFT Display mit Touch Screen (resistiv); 22 Funktionstasten; Anschlüsse für 1x RS232, 3x USB 2.0, 1x Ethernet 10/100/1000; erweiterbar mit einem Interface Board; Schutzart IP65 (frontseitig); 24 VDC Stecker für Spannungsversorgung gesondert bestellen (Schraubklemme: 0TB103.9; Federzugklemme: 0TB103.91).	71
5PP580.1505-00	Power Panel 580 15" XGA TFT Display mit Touch Screen (resistiv); 32 Funktionstasten; Anschlüsse für 1x RS232, 3x USB 2.0, 1x Ethernet 10/100/1000; erweiterbar mit einem Interface Board; Schutzart IP65 (frontseitig); 24 VDC Stecker für Spannungsversorgung gesondert bestellen (Schraubklemme: 0TB103.9; Federzugklemme: 0TB103.91).	101
5PP581.1043-00	Power Panel 581 10.4" VGA TFT Display mit Touch Screen (resistiv); 38 Funktions- und 20 Systemtasten; Anschlüsse für 1x R5232, 3x USB 2.0, 1x Ethernet 10/100/1000; erweiterbar mit einem Interface Board; Schutzart IP66 (frontseitig); 24 VDC Stecker für Spannungsversorgung gesondert bestellen (Schraubklemme: 0TB103.9; Federzugklemme: 0TB103.91).	77
5PP581.1505-00	Power Panel 581 15" XGA TFT Display mit Touch Screen (resistiv); 32 Funktions- und 92 Systemtasten; Anschlüsse für 1x RS232, 3x USB 2.0, 1x Ethernet 10/100/1000; erweiterbar mit einem Interface Board; Schutzart IP65 (frontseitig); 24 VDC Stecker für Spannungsversorgung gesondert bestellen (Schraubklemme: 0TB103.9; Federzugklemme: 0TB103.91).	107
5PP582.1043-00	Power Panel 582 10.4" VGA TFT Display mit Touch Screen (resistiv); 44 Funktions- und 20 Systemtasten; Anschlüsse für 1x RS232, 3x USB 2.0, 1x Ethernet 10/100/1000; erweiterbar mit einem Interface Board; Schutzart IP65 (frontseitig); 24 VDC Stecker für Spannungsversorgung gesondert bestellen (Schraubklemme: 0TB103.9; Federzugklemme: 0TB103.91).	83
	Automation Runtime	
1A4600.10-5	B&R Automation Runtime Windows	205
1A4601.06-5	B&R Automation Runtime Embedded	205
1A4601.06-T	B&R Automation Runtime Embedded Terminal	205
	Batterien	
0AC201.91	Lithium Batterien 4 Stück, 3 V / 950 mAh Knopfzelle	206
4A0006.00-000	Lithium Batterie, 3 V / 950 mAh, Knopfzelle	206
	CPU Boards	
5PP5CP.US15-00	PP500 CPU Board Intel Atom Z510, 1100 MHz, 400 MHz FSB, 512 kB L2 Cache; Chipsatz US15W; 1 Sockel für SO-DIMM DDR2 RAM Modul	113
5PP5CP.US15-01	PP500 CPU Board Intel Atom Z520, 1330 MHz, 533 MHz FSB, 512 kB L2 Cache; Chipsatz US15W; 1 Sockel für SO-DIMM DDR2 RAM Modul	113
5PP5CP.US15-02	PP500 CPU Board Intel Atom Z530, 1600 MHz, 533 MHz FSB, 512 kB L2 Cache; Chipsatz US15W; 1 Sockel für SO-DIMM DDR2 RAM Modul	113
	CompactFlash	
5CFCRD.0064-03	CompactFlash 64 MByte Western Digital	217
5CFCRD.0128-03	CompactFlash 128 MByte Western Digital	217
5CFCRD.016G-04	CompactFlash 16 GByte B&R	212
5CFCRD.0256-03	CompactFlash 256 MByte Western Digital	217
5CFCRD.0512-03	CompactFlash 512 MByte Western Digital	217
5CFCRD.0512-04	CompactFlash 512 MByte B&R	212
5CFCRD.1024-03	CompactFlash 1 GByte Western Digital	217
5CFCRD.1024-04	CompactFlash 1 GByte B&R	212
5CFCRD.2048-03	CompactFlash 2 GByte Western Digital	217
5CFCRD.2048-04	CompactFlash 2 GByte B&R	212
5CFCRD.4096-03	CompactFlash 4 GByte Western Digital	217
5CFCRD.4096-04	CompactFlash 4 GByte B&R	212
5CFCRD.8192-03	CompactFlash 8 GByte Western Digital	217
5CFCRD.8192-04	CompactFlash 8 GByte B&R	212

Produktbezeichnung	Kurzbeschreibung	auf Seite
	Feldklemmen	
0TB103.9	Steckverbinder, 24 VDC, 3-polig female, Schraubklemme, 3,31 mm², Vibrationsschutz durch Schraubflansch	208
0TB103.91	Steckverbinder, 24 VDC, 3-polig female, Federzugklemme, 3,31 mm², Vibrationsschutz durch Schraubflansch	208
	Hauptspeicher	
5MMDDR.0512-01	SO-DIMM DDR2 RAM 512 MByte PC2-5300	115
5MMDDR.1024-01	SO-DIMM DDR2 RAM 1024 MByte PC2-5300	115
5MMDDR.2048-01	SO-DIMM DDR2 RAM 2048 MByte PC2-5300	115
	Interface Boards	
5PP5IF.CETH-00	PP500 Interface Board; Anschluss für 1x Ethernet 10/100/1000	116
5PP5IF.CHDA-00	PP500 Interface Board; Anschluss für 1x MIC, 1x Line IN, 1x Line OUT	118
5PP5IF.FPLM-00	PP500 Interface Board; Anschlüsse für 2x POWERLINK	120
	Systemeinheiten	
5PP520.0573-00	Power Panel 520 5,7" VGA TFT Display mit Touch Screen (resistiv); Anschlüsse für 1x RS232, 2x USB 2.0, 1x Ethernet 10/100/1000; erweiterbar mit einem Interface Board; Schutzart IP65 (frontseitig); 24 VDC Stecker für Spannungsversorgung gesondert bestellen (Schraubklemme: 0TB103.9; Federzugklemme: 0TB103.91).	43
5PP520.0702-00	Power Panel 520 7" WVGA TFT Display mit Touch Screen (resistiv); Anschlüsse für 1x RS232, 2x USB 2.0, 1x Ethernet 10/100/1000; erweiterbar mit einem Interface Board; Schutzart IP65 (frontseitig); 24 VDC Stecker für Spannungsversorgung gesondert bestellen (Schraubklemme: 0TB103.9; Federzugklemme: 0TB103.91).	60
5PP520.1043-00	Power Panel 520 10,4" VCA TFT Display mit Touch Screen (resistiv); Anschlüsse für 1x RS232, 3x USB 2.0, 1x Ethernet 10/100/1000; erweiterbar mit einem Interface Board; Schutzart IP65 (frontseitig); 24 VDC Stecker für Spannungsversorgung gesondert bestellen (Schraubklemme: 0TB103.9); Federzugklemme: 0TB103.91).	65
5PP520.1214-00	Power Panel 520 12" SVGA TFT Display mit Touch Screen (resistiv); Anschlüsse für 1x RS232, 3x USB 2.0, 1x Ethernet 10/100/1000; erweiterbar mit einem Interface Board; Schutzart IP65 (frontseitig); 24 VDC Stecker für Spannungsverorgung gesondert bestellen (Schraubklemme: 0TB103.9; Federzugklemme: OTB103.91).	89
5PP520.1505-00	Power Panel 520 15" XGA TFT Display mit Touch Screen (resistiv); Anschlüsse für 1x RS232, 3x USB 2.0, 1x Ethernet 10/100/1000; erweiterbar mit einem Interface Board; Schutzart IP65 (frontseitig); 24 VDC Stecker für Spannungsversorgung gesondert bestellen (Schraubklemme: 0TB103.9; Federzugklemme: 0TB103.91).	95
	USB Zubehör	
5MMUSB.2048-01	USB 2.0 Memory Stick 2048 MByte B&R	222
	Windows 7	
5SWWI7.0100-ENG	Microsoft OEM Windows 7 Professional 32-Bit, DVD, Englisch. Lieferung nur in Verbindung mit einem Gerät.	196
5SWWI7.0100-GER	Microsoft OEM Windows 7 Professional 32-Bit, DVD, Deutsch. Lieferung nur in Verbindung mit einem Gerät.	196
5SWWI7.0300-MUL	Microsoft OEM Windows 7 Ultimate 32-Bit, DVD, Multilanguage. Lieferung nur in Verbindung mit einem Gerät.	196
	Windows Embedded Standard 2009	
5SWWXP.0736-ENG	Microsoft OEM Windows Embedded Standard 2009, Englisch; für PP500; CompactFlash se- parat bestellen (mind. 1 GByte)	198
	Windows Embedded Standard 7	
5SWWI7.0536-ENG	Microsoft OEM Windows Embedded Standard 7 32-Bit, Englisch; für PP500; CompactFlash separat bestellen (mind. 8 GByte).	201
5SWWI7.0736-MUL	Microsoft OEM Windows Embedded Standard 7 Premium 32-Bit, Multilanguage; für PP500; CompactFlash separat bestellen (mind. 8 GByte).	201
	Windows XP Professional	
5SWWXP.0600-ENG	Microsoft OEM Windows XP Professional Service Pack 3, CD, Englisch. Lieferung nur in Verbindung mit einem Gerät.	194
5SWWXP.0600-GER	Microsoft OEM Windows XP Professional Service Pack 3, CD, Deutsch. Lieferung nur in Verbindung mit einem Gerät.	194
5SWWXP.0600-MUL	Microsoft OEM Windows XP Professional Service Pack 3, CD, Multilanguage. Lieferung nur in Verbindung mit einem Gerät.	194
	Zubehör	
5AC900.1201-00	USB Kappe M20 IP65 flach	225
5AC900.1201-01	USB Kappe M20 IP65 bombiert	225

Allgemeines • Übersicht

Produktbezeichnung	Kurzbeschreibung	auf Seite
5AC900.BLOC-00	Klemmblock mit Schwingen 10Stk Ersatzteil.	226
5AC900.BLOC-01	Ersatz Klemmblock ohne Schwingen P 10Stk	227
5AC900.CLIP-01	Ersatz Halteklammer Kunststoff 10Stk	228

Kapitel 2 • Technische Daten

1 Einleitung

1.1 Für jede Automatisierungsaufgabe das passende Gerät

Optimal auf die Anwendung zugeschnittene individuelle und skalierbare Komplettlösungen bestimmen heute mehr denn je die Gestaltung wettbewerbsfähiger Bedien- und Steuerungskonzepte. Neben einer breiten Auswahl an Produktvarianten stehen vor allem Möglichkeiten flexibler Systemerweiterungen im Blickpunkt des Maschinenbaus. So stellen intelligente All-in-One Lösungen, die dem Anwender höchstmögliche Freiheitsgrade in der Steuerungstopologie bieten, wichtige Bausteine im Automatisierungsangebot dar. Dank der exakten Anpassung an die jeweilige Applikation werden kostenoptimale Lösungen realisiert, wie die Vielzahl von Power Panels im Feld beweist.

Die Integration von Steuerung, Visualisierung und Antriebstechnik in einem Gerät bietet intelligente Komplettlösungen mit einem Höchstmaß an Durchgängigkeit und einfachster Anbindung an unterschiedlichste Automatisierungs- Infrastrukturen. Konstruiert für den Einsatz in rauesten Industrieumgebungen gewährleisten die kompakten Power Panels höchsten Bedienkomfort. Die durchgängige Projektierung mit integrierter Sprachumschaltung macht die B&R Bedientableaus zum weltweit anerkannten Industriestandard.

1.2 Panels mit der Leistung eines Industrie PCs

Die neue Power Panel 500 Generation stößt mit der Intel® Atom™ Architektur in Performanceregionen vor, die bisher nur von Industrie PCs abgedeckt wurden. Die im Power Panel 500 verwendeten Intel® Atom™ Z5xx Prozessoren haben reichlich Leistungsreserve auch für anspruchsvolle Applikationen. Der Hauptspeicher ist mit bis zu 2 GB reichlich dimensioniert. Die umfangreiche Produktpalette reicht vom 5,7" VGA Panel bis hin zu 15" XGA, mit intuitiv bedienbarem Touch Screen und Funktionstasten. Eine Gigabit Ethernet sorgt für schnelle Kommunikation zum Fabriksnetz. Zusätzlich können Feldbusschnittstellen oder ein weiteres Gigabit Ethernet Interface optional assembliert werden. Bei der Konstruktion wurde großes Augenmerk auf eine minimale Bautiefe gelegt, so dass das Power Panel 500 auch unter beengten Platzverhältnissen eingesetzt werden kann.

1.3 Komplettlösung mit höchster Flexibilität

Als zentrale Bedien- und Steuerungseinheit vereinen die Power Panels von B&R Steuerungsfunktionalität, Visualisierung und Antriebstechnik in einem Paket. Vom embedded Prozessor bis hin zur vollwertigen PC Leistung bietet das Produktspektrum jeweils die passende Systemarchitektur und sorgt somit für kostengünstige Lösungen im Maschinenbau.

Technische Daten • Einleitung

Im Falle notwendiger Erweiterungen lassen sich dezentrale I/Os und Antriebe über modulare Feldbusschnittstellen auf einfache Weise anbinden. Je nach Anforderung können die Power Panels mit POWERLINK, CAN-Bus, Profibus DP oder anderen Feldbus Schnittstellen erweitert werden. Dadurch lassen sich Topologien auch zu einem späteren Zeitpunkt problemlos ergänzen.

Um die prozesssichere Bedienung komplexer Maschinen sicherzustellen kommen oftmals mehrere verteilte Bedienstationen zum Einsatz. Dies bedeutet kurze Wege für das Bedienpersonal und macht Prozessinformationen an der Stelle der Maschine verfügbar, an der sie benötigt werden.

1.4 Offene Systemplattform

Neben der kompletten Automatisierungslösung stellen die Power Panels auch eine optimale Plattform für offene Betriebssysteme dar. Dadurch gewinnt der Anwender höchstmögliche Flexibilität, da die Umsetzung unterschiedlicher Softwarearchitekturen auf ein und derselben Systemplattform erfolgt.

Egal ob für die Automatisierung ganzheitlicher Systeme, ob im Einsatz als intelligentes Visualisierungsterminal oder in Verbindung mit offenen PC Betriebssystemen - das Spektrum an Power Panels bietet für jeden Anspruch das passende Tool. Komplettlösung mit höchster Flexibilität

1.5 Features

- Intel® Atom™ Z510, Z520 oder Z530 Prozessor
- Bis zu 2 GB SDRAM
- 5.7" VGA bis 15" XGA Displays
- 2x USB 2.0 (5,7" und 7" Geräte), 3x USB 2.0 (10,4", 12,1" und 15" Geräte)
- 1x RS232
- 1x Ethernet 10/100/1000 MBit/s
- Optionale I/O und Interface Boards
- 1 CompactFlash Steckplatz (Typ I)
- 24 VDC Versorgungsspannung
- Lüfter- und kühlkörperloser Betrieb
- BIOS (Insyde)
- Echtzeituhr, RTC (batteriegepuffert)

1.6 Aufbau / Konfiguration

Es ist möglich das PP500 System individuell, je nach Einsatzbedingungen und Anforderungen zusammenzustellen.

Für den Betrieb sind folgende Einzelkomponenten zwingend erforderlich:

- · Systemeinheit
- CPU Board
- Hauptspeicher
- Laufwerk (Massenspeicher wie z.B. CompactFlash Karte) für das Betriebssystem
- Spannungsversorgungsstecker (Feldklemme)

1.6.1 Konfiguration Grundsystem

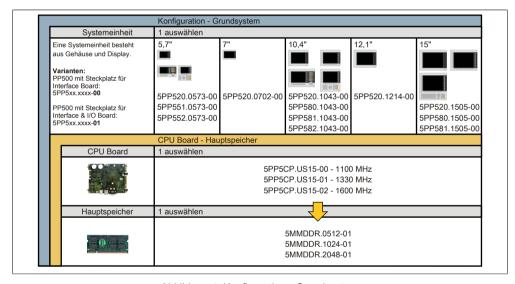


Abbildung 1: Konfiguration - Grundsystem

1.6.2 Konfiguration Software, Zubehör

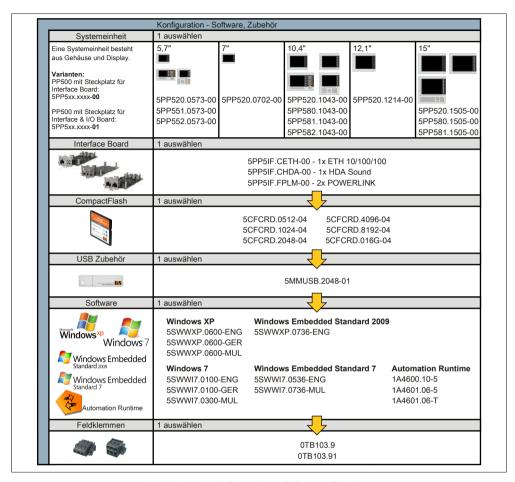


Abbildung 2: Konfiguration - Software, Zubehör

1.7 Unterschiede Power Panel 500 zu Power Panel 300/400

1.7.1 Allgemein

Die neue Power Panel Gerätefamilie PP500 kann, wie die B&R Automation PCs und B&R Panel PCs, kundenspezifisch konfiguriert werden. Es stehen drei verschiedene CPU Boards sowie Hauptspeicher zur Auswahl. Desweiteren können Interface Boards und bei bestimmten Geräten (Geräte mit der Bestellnummernendung -01, z.B. 5PP5xx.xxx-01) auch I/O Boards gesteckt werden. Genauere Informationen zur Konfiguration siehe Abschnitt 1.6 "Aufbau / Konfiguration", auf Seite 23.

1.7.2 Mechanisch

Die Power Panel 500 sind mechanisch einbaukompatibel zu den Power Panel 300/400, nicht aber anschlusskompatibel (Schnittstellen-, Stecker- und Tasterpositionen befinden sich an geänderten Positionen). Eine Übersicht zur Einbaukompatibilität ist in Abschnitt 5 "Einbaukompatibilitäten", auf Seite 239 dokumentiert.

2 Gesamtgerät

2.1 Temperaturangaben

2.1.1 Temperatursensorpositionen

Sensoren zeigen Temperaturwerte in verschiedensten Bereichen (USB Schnittstellen, Hauptspeicher) im PP500 an. Die Temperaturen¹) können unter Microsoft Windows Betriebssystemen und Automation Runtime mittels B&R Control Center²) ausgelesen werden.

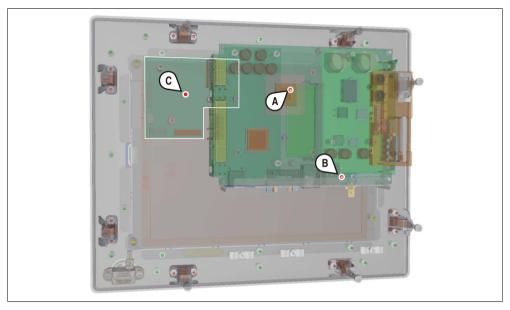


Abbildung 3: Temperatursensorpositionen

Position	Messpunkt für	Messung	max. spezifiziert
Α	CPU	Temperatur des Prozessors und Umgebungstemperatur des Hauptspeichers	100°C:
	Hauptspeicher	(Sensor integriert im Prozessor).	5PP5CP.US15-00,
			5PP5CP.US15-01
			90°C: 5PP5CP.US15-02
В	Schnittstellen	Temperatur der Schnittstellen (Sensor integriert neben USB Anschlüssen).	80°C
С	Display	Temperatur des Displays (Sensor integriert auf der Displayplatine - die genaue Position ist von der Diplaydiagonale abhängig).	80°C: Diagonale 5,7", 7", 10,4", 15"
	Interface Board	Temperatur eines Interface Boards (Sensor ist auf dem Interface Board integriert).	abhängig vom Board

Tabelle 5: Temperatursensorpositionen

Die gemessene Temperatur stellt einen Richtwert für die unmittelbare Umgebungstemperatur dar, kann aber auf Grund benachbarter-Bauteile beeinflusst worden sein.

Das B&R Control Center - ADI Treiber - kann kostenlos im Downloadbereich der B&R Homepage (www.br-automation.com) heruntergeladenwerden.

2.1.2 Temperaturüberwachung

Sensoren überwachen Temperaturwerte in verschiedensten Bereichen (CPU, Schnittstellen, Display, Interface Board) im PP500. Die Position der Temperatursensoren ist der Abbildung "Abb. 3: Temperatursensorpositionen", auf Seite 26 zu entnehmen. Der angegebene Wert in der Tabelle stellt die definierte maximale Temperatur bei dieser Messstelle¹) dar. Beim Überschreiten der Temperatur wird kein Alarm ausgelöst. Die Temperaturen können im BIOS oder unter freigegebenen Microsoft Windows Betriebssystemen und Automation Runtime mittels B&R Control Center ausgelesen werden.

2.2 Luftfeuchtigkeitsangaben

Die nachfolgende Tabelle zeigt die minimale und maximale relative Luftfeuchtigkeit der Einzelkomponenten die für die Einschränkung der Luftfeuchtigkeit des Gesamtgerätes relevant sind. Für die Bestimmung ist immer der gemeinsame kleinste, wie auch größte Wert zu verwenden.

Komponente		Betrieb	Lagerung / Transport
Systemeinheiten (alle Varianten)		TBD	TBD
CPU Boards US15W		TBD	TBD
Hauptspeicher für CPU Boards		10 bis 90%	5 bis 95%
	5PP5IF.CETH-00	TBD	TBD
Interface Boards	5PP5IF.CHDA-00	TBD	TBD
	5PP5IF.FPLM-00	TBD	TBD
	CompactFlash Karten 5CFCRD.xxxx-04	85%	85%
Zubehör	CompactFlash Karten 5CFCRD.xxxx-03	8 bis 95%	8 bis 95%
	Memory Stick 5MMUSB.2048-01	10 bis 90%	5 bis 90%

Tabelle 6: Übersicht Luftfeuchtigkeitsangaben der Einzelkomponenten

Die aufgelisteten Angaben entsprechen der relativen Luftfeuchtigkeit bei einer Umgebungstemperatur von 30°C. Genauere Informationen zur spezifizierten Luftfeuchtigkeit in Abhängigkeit der Temperatur ist den technischen Daten der Einzelkomponenten zu entnehmen.

Die gemessene Temperatur stellt einen Richtwert für die unmittelbare Umgebungstemperatur dar, kann aber auf Grund benachbarter Bauteile beeinflusst worden sein.

2.3 Serialnummernaufkleber

Jedes B&R Gerät wird mit einem einzigartigen Serialnummernaufkleber mit Barcode (Type 128) versehen, um eine eindeutige Identifizierung des Gerätes zu ermöglichen. Hinter dieser Serialnummer sind alle in dem System verbauten Komponenten (Bestellnummer, Bezeichnung, Revision, Serialnummer und Auftragsnummer) abgebildet.

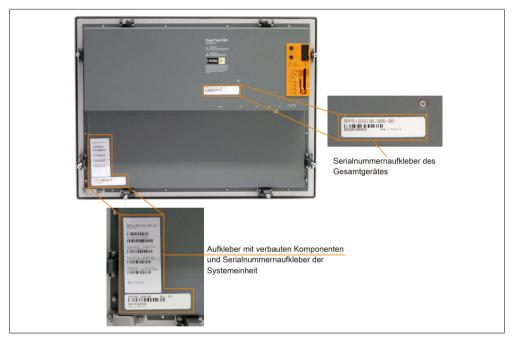


Abbildung 4: Serialnummernaufkleber

Diese Information kann auch über die B&R Homepage abgerufen werden. Hierzu ist auf der Startseite www.br-automation.com die Serialnummer des Gesamtgerätes bei der Serialnummernsuche einzugeben. Nach der Suche erhält man eine detaillierte Auflistung der verbauten Komponenten.

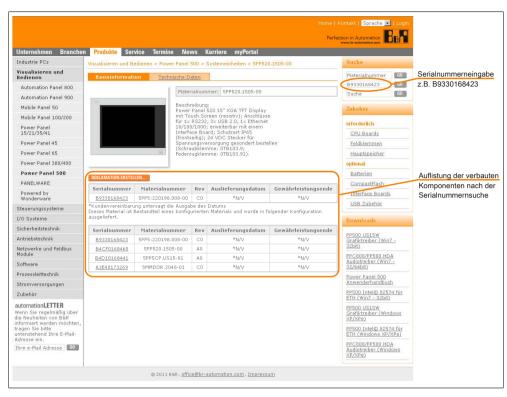


Abbildung 5: Serialnummernsuche

2.4 Geräteschnittstellen

2.4.1 Geräteschittstellen Übersicht

Schnittstellen für Systemeinheiten mit Interface Board

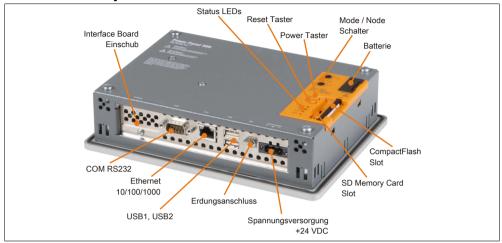


Abbildung 6: Schnittstellen PP500 mit Interface Board

Hintere Abdeckung der Systemeinheiten

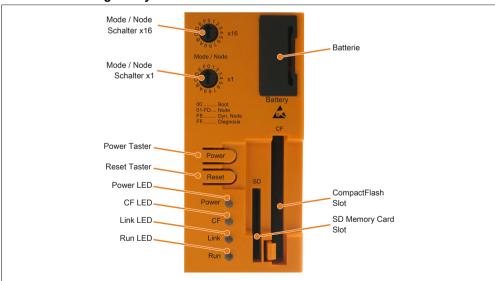


Abbildung 7: PP500 Abdeckung hinten

2.4.2 Spannungsversorgung +24 VDC

Der für den Anschluss der Spannungsversorgung notwendige 3-polige Stecker ist nicht im Lieferumfang enthalten. Dieser kann bei B&R unter der Best.Nr. 0TB103.9 (Schraubklemme) oder 0TB103.91 (Federzugklemme) bestellt werden.

Die Belegung der Pins ist entweder der folgenden Tabelle oder dem Aufdruck auf dem PP500 Gehäuse zu entnehmen. Die Versorgungsspannung wird intern durch eine fix aufgelötete Sicherung (10A, flink) abgesichert, sodass bei Überlast (Austausch der Sicherung notwendig) oder falschem Anschließen (Verpolungsschutz - kein Austausch der Sicherung notwendig) der Versorgungsspannung keine Beschädigung des Gerätes erfolgt. Wird die Sicherung in einem Fehlerfalle zerstört, so muss das Gerät an B&R zur Reparatur geschickt werden.

	Spannungsverso	rgung
verpolungssicher		3-polig, male
Pin Beschreibung]
1	+	
2	Funktionserde	
3	-	1 2 3
Zubehör		
0TB103.9	Stecker 24 V 5.08 3p Schraubklemme	
0TB103.91	Stecker 24 V 5.08 3p Federzugklemme	

Tabelle 7: Spannungsversorgungsanschluss Power 24 VDC

2.4.2.1 Erdung

Vorsicht!

Die Funktionserde (Pin 2) ist möglichst kurz mit Erde (z.B. Schaltschrank) zu verbinden. Dabei ist zu empfehlen, den größt möglichen zugelassenen Leiterquerschnitt beim Versorgungsstecker zu verwenden.

Die PP500 Systeme besitzen auf der Hinterseite einen Erdungsanschluss.

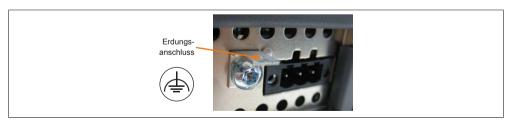


Abbildung 8: Erdungsanschluss

Mit der M4 Sicherheitsmutter kann z.B. ein Kupferband, das an einem zentralen Erdungspunkt des Schaltschrankes oder der Anlage in der der PP500 eingebaut wird, befestigt werden. Der Leitungsquerschnitt sollte dabei so groß wie möglich (mindestens 2,5 mm²) gewählt werden.

2.4.3 Serielle Schnittstelle COM

	Serielle Schnittstell	e COM
	RS232	
Гур	RS232, modemfähig, nicht galvanisch getrennt	
UART	16550 kompatibel, 16 Byte FIFO	
Übertragungsgeschwin- digkeit	max. 115 kBaud	
Kabellänge	max. 15 Meter	9-poliger DSUB Stecker
Pin	Belegung	
1	DCD	6 60 1
2	RXD	6 0 0
3	TXD	9 00
4	DTR	5
5	GND	
6	DSR	
7	RTS	
8	CTS	
9	RI	

Tabelle 8: Pinbelegung COM

2.4.4 Ethernet (ETH)

Dieser Ethernet Controller ist im CPU Board integriert und wird über das CPU Board nach außen geführt.

Ethernet Anschluss (ETH)			
Controller	Intel 82574		RJ45 Twisted Pair (10BaseT/100BaseT), female
Verkabelung	S/STP	(Cat5e)	
Übertragungsgeschwin- digkeit	10/100/10	00 MBit/s ¹⁾	1
Kabellänge	max. 100 m	(min. Cat5e)	
Speed LED	Ein	Aus	
Grün	100 MBit/s	10 MBit/s ²⁾	
Orange	1000 MBit/s	-	
Link LED	Ein	Aus	Link LED Speed LED
Orange	Link (Eine Verbin-	Activity (Blinkt) (Daten	
	dung zu einem	werden übertragen)	
	Ethernet Netzwerk		
	ist vorhanden)		'

Tabelle 9: Ethernet Anschluss (ETH)

- 1) Umschaltung erfolgt automatisch.
- 2) Die 10 MBit/s Übertragungsgeschwindigkeit / Verbindung ist nur vorhanden, wenn zeitgleich die Link LED aktiv ist.

Treibersupport

Für den Betrieb des Intel Ethernet-Controllers 82574 ist ein spezieller Treiber notwendig. Es stehen für die freigegebenen Betriebssysteme im Downloadbereich der B&R Homepage (www.br-automation.com) Treiber zum Download bereit.

Information:

Benötigte Treiber sind nur von der B&R Homepage, nicht aber von den Herstellerseiten, herunterzuladen.

2.4.5 USB Schnittstellen (USB1, 2, 3)

Die PP500 Geräte verfügen über einen USB 2.0 (Universal Serial Bus) Host Controller mit mehreren USB Ports, wovon bei den Power Panel 500 Geräten 2 USB Schnittstellen nach außen geführt und für den Anwender frei verfügbar sind. Bei den PP500 Geräten mit 10,4", 12,1" und 15" Displaydiagonale ist zusätzlich ein Front-USB Anschluss vorhanden.

Warnung!

An die USB Schnittstellen können USB Peripheriegeräte angeschlossen werden. Auf Grund der Vielfältigkeit der am Markt erhältlichen USB Geräte, kann B&R keine Garantie für deren Funktion übernehmen. Für die bei B&R erhältlichen USB Geräte wird die Funktion gewährleistet.

Vorsicht!

Auf Grund der allgemeinen PC- Spezifikation ist diese Schnittstelle mit äußerster Sorgfalt bezüglich EMV, Kabelführung etc. zu behandeln.

USB1, 2

	Universal Serial Bus (USB1,	USB2) ¹⁾
Übertragungsgeschwin- digkeit	Low Speed (1,5 MBit/s),Full Speed (12 MBit/s) bis High Speed (480 MBit/s)	2x USB Typ A, female
Stromversorgung ²⁾ USB1, USB2	max. 1 A	The Parket of
Kabellänge	max. 5 m (ohne Hub)	USB1

Tabelle 10: USB1, USB2 Anschluss

¹⁾ Die am Gerät bzw. Modul verfügbaren Schnittstellen usw. wurden der eindeutigen Unterscheidung wegen entsprechend nummeriert. Diese Nummerierung kann jedoch von der durch das jeweilige Betriebssystem vorgenommenen Nummerierung abweichen.

²⁾ Jeder USB Port wird durch einen wartungsfreien "USB Strombegrenzungsschalter" (max. 500 mA bzw. 1 A) abgesichert.

USB3

Dieser Front-USB Anschluss ist nur bei den PP500 Geräten mit 10,4", 12,1" und 15" Displaydiagonale vorhanden.

	Universal Serial Bus	(USB3) ¹⁾
Übertragungsgeschwin- digkeit	Low Speed (1,5 MBit/s), Full Speed (12 MBit/s) bis High Speed (480 MBit/s)	1x USB Typ A, female
Stromversorgung ²⁾ USB3	max. 1 A	
Kabellänge	max. 5 m (ohne Hub)	

Tabelle 11: USB3 Anschluss

- 1) Die am Gerät bzw. Modul verfügbaren Schnittstellen usw. wurden der eindeutigen Unterscheidung wegen entsprechend nummeriert. Diese Nummerierung kann jedoch von der durch das jeweilige Betriebssystem vorgenommenen Nummerierung abweichen.
- 2) Der USB Port wird durch einen wartungsfreien "USB Strombegrenzungsschalter" (max. 1 A) abgesichert.

2.4.6 Batterie

Die Lithiumbatterie (3 V, 950 mAh) stellt die Pufferung der internen Echtzeituhr (RTC) und bei Interface Karten mit SRAM die Daten des SRAM sicher und befindet sich hinter der schwarzen Abdeckung. Die Pufferdauer der Batterie beträgt mindestens TBD Jahre (bei 50°C, 8,5 μA der zu versorgenden Komponenten und einer Selbstentladung von 40%). Die Batterie stellt ein Verschleißteil dar und sollte regelmäßig (mindestens nach der angegebenen Lebensdauer) per Batteriewechsel erneuert werden.

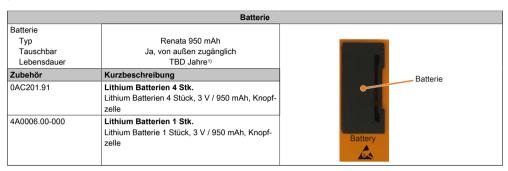


Tabelle 12: Batterie

Batteriestatusermittlung

Der Batteriestatus wird sofort nach dem Einschalten des Gerätes und in weiterer Folge alle 24 Stunden vom System ermittelt. Bei der Messung wird kurzzeitig (ca. 1 Sekunde) die Batterie belastet und anschließend bewertet. Der ermittelte Batteriestatus wird in den BIOS Setup Seiten (unter TBD) und im B&R Control Center (ADI Treiber) angezeigt, kann aber auch in einer Kundenapplikation über die ADI Library ausgelesen werden.

Batteriestatus	Bedeutung
N/A	Es wird eine zu alte Hardware bzw. Firmware verwendet die das Auslesen nicht unterstützt.
GOOD	Pufferung der Daten ist gewährleistet.
BAD	Ab dem Zeitpunkt, ab dem die Batteriekapazität als BAD (nicht ausreichend) erkannt wird, ist eine Pufferung der Daten noch für ca. 500 Stunden gewährleistet.

Tabelle 13: Bedeutung Batteriestatus

Ab dem Zeitpunkt, ab dem die Batteriekapazität als nicht ausreichend erkannt wird, ist eine Pufferung der Daten noch für ca. 500 Stunden gewährleistet. Beim Wechseln der Batterie werden Daten noch ca. 10 Minuten durch einen Goldfolienkondensator gepuffert.

¹⁾ Bei 50°C, 8,5 µA der zu versorgenden Komponenten und einer Selbstentladung von 40%.

2.4.7 CompactFlash Slot

Dieser CompactFlash Slot ist fester Bestandteil eines PP500 Systems und ist intern über IDE PATA mit dem Chipset verbunden. Es können CompactFlash Karten des Types I gesteckt werden.

	CompactFla	sh Slot
Anschluss	PATA Master	
CompactFlash		CF
Тур	Тур І	CP CP
Zubehör	Kurzbeschreibung	The second secon
5CFCRD.0512-04	CompactFlash 512 MB B&R	
5CFCRD.1024-04	CompactFlash 1024 MB B&R	
5CFCRD.2048-04	CompactFlash 2048 MB B&R	SD SD
5CFCRD.4096-04	CompactFlash 4096 MB B&R	CompactFlash
5CFCRD.8192-04	CompactFlash 8192 MB B&R	Slot
5CFCRD.016G-04	CompactFlash 16 GB B&R	

Tabelle 14: CompactFlash Slot

Warnung!

An- und Abstecken der CompactFlash Karte darf nur in spannungslosem Zustand erfolgen!

2.4.8 SD Memory Card Slot

Vorsicht!

Der SD Memory Card Slot befindet sich noch in Entwicklung und ist nicht freigegeben. Das Stecken einer SD Memory Karte kann zum Defekt des Gerätes führen! Es dürfen somit keine SD Memory Karten gesteckt werden.

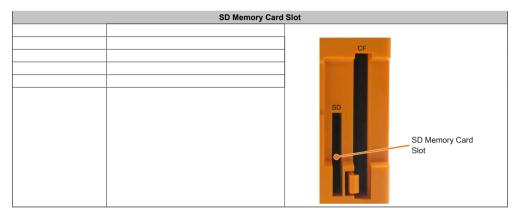


Tabelle 15: SD Memory Card Slot

2.4.9 Power Taster

Auf Grund der vollen ATX Netzteilunterstützung besitzt der Power Taster verschiedenste Funktionalitäten.

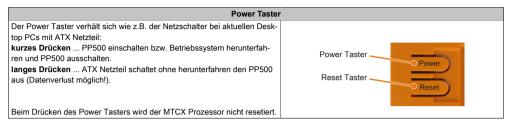


Tabelle 16: Power Taster

2.4.10 Reset Taster

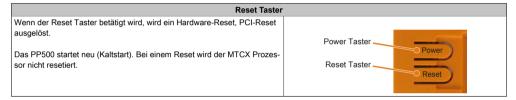


Tabelle 17: Reset Taster

Warnung!

Ein Reset des Systems kann zu Datenverlust führen!

2.4.11 Mode / Node Schalter

Auf der Rückseite sind die Power Panel Geräte mit 2 16-stelligen Hex-Wahl-Schaltern ausgestattet. Diese können als Betriebsmodusschalter verwendet werden. Die Schalterstellungen 01 bis FD stehen dem Anwender zur freien Verfügung und können vom Anwenderprogramm ausgewertet werden.

		Mode / Node Sch	alter
		Schalterstellung	
x16	x1	Beschreibung	
0	0	Boot Defaultschalterstellung - Keine Terminal Node Schalterstellung	
01	FD	Node Automation Runtime Run Mode mit Node 01-FD (CompactFlash Automation Runtime oder Terminal Betrieb). Stehen dem Anwender frei zur Verfügung z.B. Einstellung der INA2000 Knotennummer der Ethernet-Schnittstelle.	Mode / Node Schalter x16 Mode / Node Mode / Node
F	E	Dyn. Node Automation Runtime Run Mode mit dynamischer Node Vergabe (CompactFlash Automation Runtime oder Terminal Betrieb). Geräteadresse kann von der Software vorgegeben werden.	Schalter x1 Oo Boot 01-FD Dyn Node FE Dyn Node
F	F	Diagnosis Das Gerät läuft im Diagnose-Modus hoch. Die Programmteile im User-RAM und User-FlashPROM werden dabei nicht initialisiert. Nach dem Diagnose-Modus läuft die CPU immer mit einem Kaltstart hoch.	FF Diagnosis

Tabelle 18: Mode / Node Schalter

2.4.12 Status LEDs

Die Status LEDs befinden sich auf der Rückseite der Systemeinheit.

	Status LEDs			
LED	Farbe	Status	Bedeutung	
Power	Grün	Ein	Spannungsversorgung OK	
	Grün	Blinkend	Das Gerät ist hochgefahren, der Batterie- status ist "BAD" - nähere Informationen siehe "Batterie", auf Seite 36.	
	Rot	Ein	Das System befindet sich im Stromspar- (Standby) Modus (S5: Soft-off Modus oder S4: Hibernate Modus -Suspend-to- Disk)	
	Rot	Blinkend	Der MTCX läuft, der Batteriestatus ist "BAD" - nähere Informationen siehe "Bat- terie", auf Seite 36.	Power LED
	Rot-Grün	Blinkend	Servicefunktion für MTCX Upgrade: ein rot- grün blinkendes Power LED signalisiert einen fehlerhaften oder unvollständigen MTCX Upgrade. Der MTCX läuft mit dem Firmwarestand zum Zeitpunkt der Auslieferung des Gerätes. Kann z.B.: durch einen Power Fail während eines MTCX Upgrades auftreten. Ein MTCX Upgrades ist erneut auszuführen.	CF LED Power Link LED CF Run LED Link
CF	Gelb	Ein	Signalisiert einen IDE Laufwerkszugriff (CF)	
Link	Gelb	Ein	Zeigt eine aktive SDL Verbindung am Monitor / Panel Stecker an.	
		Blinkend	Eine aktive SDL Verbindung wurde durch einen Spannungsverlust der Displayeinheit unterbrochen.	
Run	Grün	Ein	Applikation läuft	
		Aus	Applikation läuft nicht	

Tabelle 19: Daten Status LEDs

2.4.13 Interface Board Einschub

	Interface Board Einschub		
Zubehör	Kurzbeschreibung	Interface Board Einschub mit	
5PP5IF.CETH-00	PP500 Interface Board; Anschluss für 1x Ethernet 10/100/1000	installiertem Interface Board	
5PP5IF.CHDA-00	PP500 Interface Board; Anschluss für 1x MIC, 1x Line IN, 1x Line OUT		
5PP5IF.FPLM-00	PP500 Interface Board; Anschlüsse für 2x POWERLINK		
		•••	

Tabelle 20: Interface Board Einschub

Information:

Interface Boards können NUR im Werk B&R eingebaut und getauscht werden.

3 Einzelkomponenten

3.1 Systemeinheiten

3.1.1 5,7" Systemeinheiten

3.1.1.1 5PP520.0573-00

3.1.1.1 Allgemeines

- 5,7" TFT VGA color Display
- · Analoger resistiver Touch Screen
- Intel® Atom™ Technologie
- · Geringe Einbautiefe
- Lüfterloser Betrieb
- · Erweiterbar durch Interface Board

3.1.1.1.2 Bestelldaten

Bestellnummer	Kurzbeschreibung	Abbildung
	Systemeinheiten	
5PP520.0573-00	Power Panel 520 5,7" VGA TFT Display mit Touch Screen (resistiv); Anschlüsse für 1x RS232, 2x USB 2.0, 1x Ethernet 10/100/1000; erweiterbar mit einem Interface Board; Schutzart IP65 (frontseitig); 24 VDC Stecker für Spannungsversorgung gesondert bestellen (Schraubklemme: 0TB103.9; Federzugklemme: 0TB103.91).	EA TOTAL TOT
	Erforderliches Zubehör	
	CPU Boards	
5PP5CP.US15-00	PP500 CPU Board Intel Atom Z510, 1100 MHz, 400 MHz FSB, 512 kB L2 Cache; Chipsatz US15W; 1 Sockel für SO-DIMM DDR2 RAM Modul	
5PP5CP.US15-01	PP500 CPU Board Intel Atom Z520, 1330 MHz, 533 MHz FSB, 512 kB L2 Cache; Chipsatz US15W; 1 So- ckel für SO-DIMM DDR2 RAM Modul	
5PP5CP.US15-02	PP500 CPU Board Intel Atom Z530, 1600 MHz, 533 MHz FSB, 512 kB L2 Cache; Chipsatz US15W; 1 So- ckel für SO-DIMM DDR2 RAM Modul	
	Feldklemmen	
0TB103.9	Steckverbinder, 24 VDC, 3-polig female, Schraub- klemme, 3,31 mm², Vibrationsschutz durch Schraub- flansch	
0TB103.91	Steckverbinder, 24 VDC, 3-polig female, Federzug- klemme, 3,31 mm², Vibrationsschutz durch Schraub- flansch	
	Hauptspeicher	
5MMDDR.0512-01	SO-DIMM DDR2 RAM 512 MByte PC2-5300	

Tabelle 21: 5PP520.0573-00 - Bestelldaten

Bestellnummer	Kurzbeschreibung
5MMDDR.1024-01	SO-DIMM DDR2 RAM 1024 MByte PC2-5300
5MMDDR.2048-01	SO-DIMM DDR2 RAM 2048 MByte PC2-5300
	Optionales Zubehör
	Batterien
0AC201.91	Lithium Batterien 4 Stück, 3 V / 950 mAh Knopfzelle
4A0006.00-000	Lithium Batterie, 3 V / 950 mAh, Knopfzelle
	CompactFlash
5CFCRD.016G-04	CompactFlash 16 GByte B&R
5CFCRD.0512-04	CompactFlash 512 MByte B&R
5CFCRD.1024-04	CompactFlash 1 GByte B&R
5CFCRD.2048-04	CompactFlash 2 GByte B&R
5CFCRD.4096-04	CompactFlash 4 GByte B&R
5CFCRD.8192-04	CompactFlash 8 GByte B&R
	Interface Boards
5PP5IF.CETH-00	PP500 Interface Board; Anschluss für 1x Ethernet 10/100/1000
5PP5IF.CHDA-00	PP500 Interface Board; Anschluss für 1x MIC, 1x Line IN, 1x Line OUT
5PP5IF.FPLM-00	PP500 Interface Board; Anschlüsse für 2x POWER- LINK
	USB Zubehör
5MMUSB.2048-01	USB 2.0 Memory Stick 2048 MByte B&R

Tabelle 21: 5PP520.0573-00 - Bestelldaten

3.1.1.3 Technische Daten

Produktbezeichnung	5PP520.0573-00
Allgemeines	
B&R ID-Code	\$B4CB
Kühlung	Lüfterlos
LEDs	Power, CF, Link, Run
Power Taster	Ja
Reset Taster	Ja
Summer	Ja
Batterie	
Тур	Renata 950 mAh
Art	Lithium Ionen
Lebensdauer	TBD
tauschbar	Ja, von außen zugänglich
Zertifizierungen	
CE	in Vorbereitung
Controller	
Bootloader	BIOS
Mode/Node Schalter	2 Stück je 16-stellig (rückseitig)
Watchdog	MTCX
Power Fail Logik	
Controller	MTCX ¹⁾
Pufferzeit	10 ms
Grafik	
Controller	Intel® Graphics Media Accelerator 500

Tabelle 22: 5PP520.0573-00 - Technische Daten

Produktbezeichnung	5PP520.0573-00
Speicher	
Тур	DDR2 SDRAM
Größe	max. 2 GByte
Schnittstellen	
COM1	
Тур	RS232, modemfähig, nicht galvanisch getrennt
Ausführung	9-poliger DSUB Stecker
UART	16550 kompatibel, 16 Byte FIFO
max. Baudrate	115 kBit/s
CompactFlash Slot 1	
Тур	Typ I
USB	
Тур	USB 2.0
Anzahl	2
Ausführung	Typ A
Übertragungsrate	Low Speed (1,5 MBit/s), Full Speed (12 MBit/s) bis High Speed (480 MBit/s)
Strombelastbarkeit	je Anschluss max. 1 A
Ethernet	
Anzahl	1
Controller	Intel 82574
Ausführung	geschirmter RJ45 Port
Übertragungsrate	10/100/1000 MBit/s
Display	
Тур	TFT Farbe
Diagonale	5,7" (144 mm)
Farben	262.144
Auflösung	VGA, 640 x 480 Bildpunkte
Kontrast	850:1
Blickwinkel	
horizontal	Richtung R / Richtung L = 80°
vertikal	Richtung U / Richtung D = 80°
Hintergrundbeleuchtung	
Helligkeit	400 cd/m ²
Half Brightness Time ²⁾	50.000 h
Touch Screen ³⁾	
Тур	AMT
Technologie	analog, resistiv
Controller	B&R, seriell, 12 Bit
Transmissionsgrad	80% ±3%
Tasten	
Funktionstasten	Nein
Systemtasten	Nein
Lebensdauer	-
Lichtstärke der LED	-
Einschübe	
Interface Board	Ja
I/O Board	Nein
Elektrische Eigenschaften	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Nennspannung	24 VDC ±25%
Nennstrom	1 A ⁴⁾
Einschaltstrom	typ. 3 A, max. 50 A für <300 μs
	typ. 3 A, max. 50 A ful < 500 μs
Leistungsaufnahme	 ··
Galvanische Trennung	Ja

Tabelle 22: 5PP520.0573-00 - Technische Daten

Produktbezeichnung	5PP520.0573-00
Einsatzbedingungen	
Schutzart nach EN 60529	IP20 rückseitig (nur mit gesteckter CF-Karte, gestecktem IF Board oder mit einer optionalen IF Abdeckung) IP65 / NEMA 250 Typ 4X, staub- und strahlwassergeschützt frontseitig
Umgebungsbedingungen	
Temperatur	
Betrieb	0 bis 55°C
Lagerung	-20 bis 60°C
Transport	-20 bis 60°C
Luftfeuchtigkeit	
Betrieb	TBD
Lagerung	TBD
Transport	TBD
Vibration	
Betrieb (dauerhaft)	2 bis 9 Hz: 1,75 mm Amplitude / 9 bis 200 Hz: 0,5 g
Betrieb (gelegentlich)	2 bis 9 Hz: 3,5 mm Amplitude / 9 bis 200 Hz: 1 g
Lagerung	2 bis 8 Hz: 7,5 mm Amplitude / 8 bis 200 Hz: 2 g / 200 bis 500 Hz: 4 g
Transport	2 bis 8 Hz: 7,5 mm Amplitude / 8 bis 200 Hz: 2 g / 200 bis 500 Hz: 4 g
Schock	
Betrieb	15 g, 11 ms
Lagerung	30 g, 15 ms
Transport	30 g, 15 ms
Meereshöhe	
Betrieb	max. 3000 m (komponentenabhängig) ⁶⁾
Mechanische Eigenschaften	
Gehäuse	
Material	Aluminium lackiert
Front ⁷⁾	
Trägerrahmen	Aluminium, natur eloxiert
Dekorfolie	
Material	Polyester
Farbe heller Hintergrund	RAL 9006
Farbe dunkler Rand ums Display	RAL 7024
Dichtung	umlaufende Rundschnurdichtung
Abmessungen	·
Breite	212 mm
Höhe	156 mm
Tiefe	55 mm
Gewicht	1287 g

Tabelle 22: 5PP520.0573-00 - Technische Daten

- 1) Maintenance Controller Extended.
- 2) Bei 25°C Umgebungstemperatur. Eine Verringerung der Helligkeit um 50% kann eine ca. 50%ige Erhöhung der Half Brightness Time bewirken.
- 3) Touch Screen Treiber stehen für freigegebene Betriebssysteme im Downloadbereich der B&R Homepage (www.br-automation.com) zum Download bereit.
- 4) Der angegebene Wert ist für eine nominale Nennspannung von 24 VDC gültig.
- 5) Der angegebene Wert ist für eine Systemeinheit mit CPU Board, ohne Interface Board, gültig.
- 6) Herabsenkung (Derating) der maximalen Umgebungstemperatur typisch 1°C pro 1000 Meter ab 500 Meter NN.
- 7) Prozess- bzw. chargenbedingt sind optische Abweichungen in der Farbe und Oberflächenbeschaffenheit möglich.

3.1.1.1.4 Abmessungen

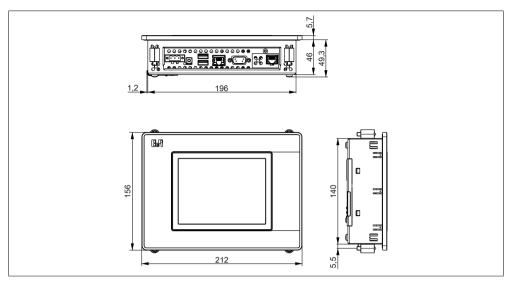


Abbildung 9: 5PP520.0573-00 - Abmessungen

3.1.1.1.5 Wanddurchbruch

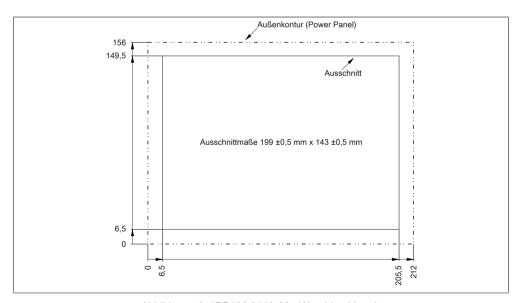


Abbildung 10: 5PP520.0573-00 - Wanddurchbruch

3.1.1.2 5PP551.0573-00

3.1.1.2.1 Allgemeines

- 5,7" TFT VGA color Display
- · Funktions- und Systemtasten
- Intel[®] Atom[™] Technologie
- · Geringe Einbautiefe
- · Lüfterloser Betrieb
- · Erweiterbar durch Interface Board

3.1.1.2.2 Bestelldaten

Bestellnummer	Kurzbeschreibung	Abbildung
5PP551.0573-00	Power Panel 551 5,7" VGA TFT Display; 22 Funktions- und 20 Systemtasten; Anschlüsse für 1x RS232, 2x USB 2.0, 1x Ethernet 10/100/1000; erweiterbar mit einem Interface Board; Schutzart IP65 (frontseitig); 24 VDC Stecker für Spannungsversorgung gesondert bestellen (Schraubklemme: 0TB103.9; Federzugklemme: 0TB103.91). Erforderliches Zubehör CPU Boards	Abbilding BA C C C C C C C C C C C C C
5PP5CP.US15-00	PP500 CPU Board Intel Atom Z510, 1100 MHz, 400 MHz FSB, 512 kB L2 Cache; Chipsatz US15W; 1 So- ckel für SO-DIMM DDR2 RAM Modul	789
5PP5CP.US15-01	PP500 CPU Board Intel Atom Z520, 1330 MHz, 533 MHz FSB, 512 kB L2 Cache; Chipsatz US15W; 1 So- ckel für SO-DIMM DDR2 RAM Modul	4 5 6 12 3
5PP5CP.US15-02	PP500 CPU Board Intel Atom Z530, 1600 MHz, 533 MHz FSB, 512 kB L2 Cache; Chipsatz US15W; 1 So- ckel für SO-DIMM DDR2 RAM Modul	
	Feldklemmen	
0TB103.9	Steckverbinder, 24 VDC, 3-polig female, Schraub- klemme, 3,31 mm², Vibrationsschutz durch Schraub- flansch	
0TB103.91	Steckverbinder, 24 VDC, 3-polig female, Federzug- klemme, 3,31 mm², Vibrationsschutz durch Schraub- flansch	
	Hauptspeicher	
5MMDDR.0512-01	SO-DIMM DDR2 RAM 512 MByte PC2-5300	
5MMDDR.1024-01	SO-DIMM DDR2 RAM 1024 MByte PC2-5300	
5MMDDR.2048-01	SO-DIMM DDR2 RAM 2048 MByte PC2-5300	
	Optionales Zubehör	
	Batterien	
0AC201.91	Lithium Batterien 4 Stück, 3 V / 950 mAh Knopfzelle	
4A0006.00-000	Lithium Batterie, 3 V / 950 mAh, Knopfzelle	
	CompactFlash	
5CFCRD.016G-04	CompactFlash 16 GByte B&R	

Tabelle 23: 5PP551.0573-00 - Bestelldaten

Bestellnummer	Kurzbeschreibung
5CFCRD.0512-04	CompactFlash 512 MByte B&R
5CFCRD.1024-04	CompactFlash 1 GByte B&R
5CFCRD.2048-04	CompactFlash 2 GByte B&R
5CFCRD.4096-04	CompactFlash 4 GByte B&R
5CFCRD.8192-04	CompactFlash 8 GByte B&R
	Interface Boards
5PP5IF.CETH-00	PP500 Interface Board; Anschluss für 1x Ethernet 10/100/1000
5PP5IF.CHDA-00	PP500 Interface Board; Anschluss für 1x MIC, 1x Line IN, 1x Line OUT
5PP5IF.FPLM-00	PP500 Interface Board; Anschlüsse für 2x POWER- LINK
	USB Zubehör
5MMUSB.2048-01	USB 2.0 Memory Stick 2048 MByte B&R

Tabelle 23: 5PP551.0573-00 - Bestelldaten

3.1.1.2.3 Technische Daten

Produktbezeichnung	5PP551.0573-00	
Allgemeines		
B&R ID-Code	\$B604	
Kühlung	Lüfterlos	
LEDs	Power, CF, Link, Run	
Power Taster	Ja	
Reset Taster	Ja	
Summer	Ja	
Batterie		
Тур	Renata 950 mAh	
Art	Lithium Ionen	
Lebensdauer	TBD	
tauschbar	Ja, von außen zugänglich	
Zertifizierungen		
CE	in Vorbereitung	
Controller		
Bootloader	BIOS	
Mode/Node Schalter	2 Stück je 16-stellig (rückseitig)	
Watchdog	MTCX	
Power Fail Logik		
Controller	MTCX ¹⁾	
Pufferzeit	10 ms	
Grafik		
Controller	Intel® Graphics Media Accelerator 500	
Speicher		
Тур	DDR2 SDRAM	
Größe	max. 2 GByte	
Schnittstellen		
COM1		
Тур	RS232, modemfähig, nicht galvanisch getrennt	
Ausführung	9-poliger DSUB Stecker	
UART	16550 kompatibel, 16 Byte FIFO	
max. Baudrate	115 kBit/s	

Tabelle 24: 5PP551.0573-00 - Technische Daten

Produktbezeichnung	5PP551.0573-00
CompactFlash Slot 1	
Тур	Тур І
USB	·
Тур	USB 2.0
Anzahl	2
Ausführung	Typ A
Übertragungsrate	Low Speed (1,5 MBit/s), Full Speed (12 MBit/s) bis High Speed (480 MBit/s)
Strombelastbarkeit	je Anschluss max. 1 A
Ethernet	jo ruleenidee maa. 170
Anzahl	1
Controller	Intel 82574
Ausführung	geschirmter RJ45 Port
Übertragungsrate	10/100/1000 MBit/s
Display	10/100/1000 MIDIUS
	TET E. A.
Typ	TFT Farbe
Diagonale	5,7" (144 mm)
Farben	262.144
Auflösung	VGA, 640 x 480 Bildpunkte
Kontrast	850:1
Blickwinkel	
horizontal	Richtung R / Richtung L = 80°
vertikal	Richtung U / Richtung D = 80°
Hintergrundbeleuchtung	
Helligkeit	400 cd/m ²
Half Brightness Time2)	50.000 h
Touch Screen ³⁾	
Тур	-
Technologie	-
Controller	-
Transmissionsgrad	-
Tasten	
Funktionstasten	22 mit LED (gelb)
Systemtasten	Numerische Tasten, Cursor Block
Lebensdauer	> 1.000.000 Betätigungen bei 1 ±0,3 N bis 3 ±0,3 N Betätigungskraft
Lichtstärke der LED	
gelb	typ. 38 mcd
Einschübe	ург с т
Interface Board	Ja
I/O Board	Nein
Elektrische Eigenschaften	Neili
Nennspannung	24 VDC ±25%
Nennstrom	7BD ⁴⁾
Einschaltstrom	typ. 3 A, max. 50 A für <300 μs
Leistungsaufnahme	komponentenabhängig ⁵⁾
Galvanische Trennung	Ja
Einsatzbedingungen	
Schutzart nach EN 60529	IP20 rückseitig (nur mit gesteckter CF-Karte, gesteck-
	tem IF Board oder mit einer optionalen IF Abdeckung)
	IP65 / NEMA 250 Typ 4X, staub- und strahlwassergeschützt frontseitig

Tabelle 24: 5PP551.0573-00 - Technische Daten

Produktbezeichnung	5PP551.0573-00
Umgebungsbedingungen	
Temperatur	
Betrieb	TBD
Lagerung	TBD
Transport	TBD
Luftfeuchtigkeit	
Betrieb	TBD
Lagerung	TBD
Transport	TBD
Vibration	
Betrieb (dauerhaft)	2 bis 9 Hz: 1,75 mm Amplitude / 9 bis 200 Hz: 0,5 g
Betrieb (gelegentlich)	2 bis 9 Hz: 3,5 mm Amplitude / 9 bis 200 Hz: 1 g
Lagerung	2 bis 8 Hz: 7,5 mm Amplitude / 8 bis 200 Hz: 2 g / 200 bis 500 Hz: 4 g
Transport	2 bis 8 Hz: 7,5 mm Amplitude / 8 bis 200 Hz: 2 g / 200 bis 500 Hz: 4 g
Schock	
Betrieb	15 g, 11 ms
Lagerung	30 g, 15 ms
Transport	30 g, 15 ms
Meereshöhe	
Betrieb	max. 3000 m (komponentenabhängig) ⁶⁾
Mechanische Eigenschaften	
Gehäuse	
Material	Aluminium lackiert
Front ⁷⁾	
Trägerrahmen	Aluminium, natur eloxiert
Dekorfolie	
Material	Polyester
Farbe heller Hintergrund	RAL 9006
Farbe dunkler Rand ums Display	RAL 7024
Dichtung	umlaufende Rundschnurdichtung
Abmessungen	
Breite	212 mm
Höhe	245 mm
Tiefe	54,95 mm
Gewicht	1750 g

Tabelle 24: 5PP551.0573-00 - Technische Daten

- 1) Maintenance Controller Extended.
- 2) Bei 25°C Umgebungstemperatur. Eine Verringerung der Helligkeit um 50% kann eine ca. 50%ige Erhöhung der Half Brightness Time bewirken.
- 3) Touch Screen Treiber stehen für freigegebene Betriebssysteme im Downloadbereich der B&R Homepage (www.br-automation.com) zum Download bereit.
- 4) Der angegebene Wert ist für eine nominale Nennspannung von 24 VDC gültig.
- 5) Der angegebene Wert ist für eine Systemeinheit mit CPU Board, ohne Interface Board, gültig.
- 6) Herabsenkung (Derating) der maximalen Umgebungstemperatur typisch 1°C pro 1000 Meter ab 500 Meter NN.
- 7) Prozess- bzw. chargenbedingt sind optische Abweichungen in der Farbe und Oberflächenbeschaffenheit möglich.

3.1.1.2.4 Abmessungen

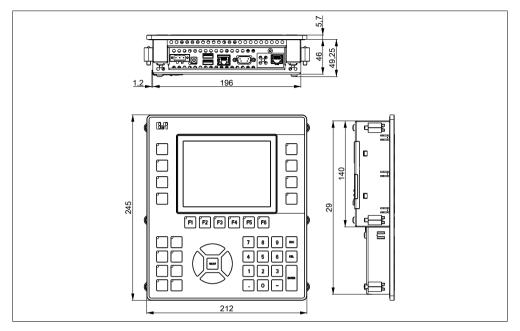


Abbildung 11: 5PP551.0573-00 - Abmessungen

3.1.1.2.5 Wanddurchbruch

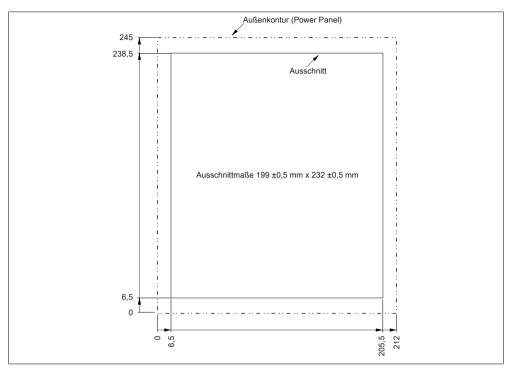


Abbildung 12: 5PP551.0573-00 - Wanddurchbruch

3.1.1.3 5PP552.0573-00

3.1.1.3.1 Allgemeines

- 5,7" TFT VGA color Display
- · Funktions- und Systemtasten
- Intel[®] Atom[™] Technologie
- Geringe Einbautiefe
- · Lüfterloser Betrieb
- · Erweiterbar durch Interface Board

3.1.1.3.2 Bestelldaten

Bestellnummer	Kurzbeschreibung	Abbildung
		BA
5PP552.0573-00	Power Panel 552 5,7" VGA TFT Display; 20 Funktions- und 20 Systemtasten; Anschlüsse für 1x RS232, 2x USB 2.0, 1x Ethernet 10/100/1000; erweiterbar mit einem Interface Board; Schutzart IP65 (frontseitig); 24 VDC Stecker für Spannungsversorgung gesondert bestellen (Schraubklemme: 0TB103.9; Federzugklemme: 0TB103.91).	
	Erforderliches Zubehör	
	CPU Boards	
5PP5CP.US15-00	PP500 CPU Board Intel Atom Z510, 1100 MHz, 400 MHz FSB, 512 kB L2 Cache; Chipsatz US15W; 1 So- ckel für SO-DIMM DDR2 RAM Modul	
5PP5CP.US15-01	PP500 CPU Board Intel Atom Z520, 1330 MHz, 533 MHz FSB, 512 kB L2 Cache; Chipsatz US15W; 1 So- ckel für SO-DIMM DDR2 RAM Modul	
5PP5CP.US15-02	PP500 CPU Board Intel Atom Z530, 1600 MHz, 533 MHz FSB, 512 kB L2 Cache; Chipsatz US15W; 1 So- ckel für SO-DIMM DDR2 RAM Modul	
	Feldklemmen	
0TB103.9	Steckverbinder, 24 VDC, 3-polig female, Schraub- klemme, 3,31 mm², Vibrationsschutz durch Schraub- flansch	
0TB103.91	Steckverbinder, 24 VDC, 3-polig female, Federzug- klemme, 3,31 mm², Vibrationsschutz durch Schraub- flansch	
	Hauptspeicher	
5MMDDR.0512-01	SO-DIMM DDR2 RAM 512 MByte PC2-5300	
5MMDDR.1024-01	SO-DIMM DDR2 RAM 1024 MByte PC2-5300	
5MMDDR.2048-01	SO-DIMM DDR2 RAM 2048 MByte PC2-5300	
	Optionales Zubehör	
	Batterien	
0AC201.91	Lithium Batterien 4 Stück, 3 V / 950 mAh Knopfzelle	
4A0006.00-000	Lithium Batterie, 3 V / 950 mAh, Knopfzelle	
	CompactFlash	
5CFCRD.016G-04	CompactFlash 16 GByte B&R	

Tabelle 25: 5PP552.0573-00 - Bestelldaten

Bestellnummer	Kurzbeschreibung
5CFCRD.0512-04	CompactFlash 512 MByte B&R
5CFCRD.1024-04	CompactFlash 1 GByte B&R
5CFCRD.2048-04	CompactFlash 2 GByte B&R
5CFCRD.4096-04	CompactFlash 4 GByte B&R
5CFCRD.8192-04	CompactFlash 8 GByte B&R
	Interface Boards
5PP5IF.CETH-00	PP500 Interface Board; Anschluss für 1x Ethernet
	10/100/1000
5PP5IF.CHDA-00	PP500 Interface Board; Anschluss für 1x MIC, 1x Line
	IN, 1x Line OUT
5PP5IF.FPLM-00	PP500 Interface Board; Anschlüsse für 2x POWER-
	LINK
	USB Zubehör
5MMUSB.2048-01	USB 2.0 Memory Stick 2048 MByte B&R

Tabelle 25: 5PP552.0573-00 - Bestelldaten

3.1.1.3.3 Technische Daten

Produktbezeichnung	5PP552.0573-00
Allgemeines	
B&R ID-Code	\$B605
Kühlung	Lüfterlos
LEDs	Power, CF, Link, Run
Power Taster	Ja
Reset Taster	Ja
Summer	Ja
Batterie	
Тур	Renata 950 mAh
Art	Lithium Ionen
Lebensdauer	TBD
tauschbar	Ja, von außen zugänglich
Zertifizierungen	
CE	in Vorbereitung
Controller	
Bootloader	BIOS
Mode/Node Schalter	2 Stück je 16-stellig (rückseitig)
Watchdog	MTCX
Power Fail Logik	
Controller	MTCX ¹⁾
Pufferzeit	10 ms
Grafik	
Controller	Intel® Graphics Media Accelerator 500
Speicher	
Тур	DDR2 SDRAM
Größe	max. 2 GByte
Schnittstellen	
COM1	
Тур	RS232, modemfähig, nicht galvanisch getrennt
Ausführung	9-poliger DSUB Stecker
UART	16550 kompatibel, 16 Byte FIFO
max. Baudrate	115 kBit/s

Tabelle 26: 5PP552.0573-00 - Technische Daten

Typ	Produktbezeichnung	5PP552.0573-00
USB 2.0 Anzahl	CompactFlash Slot 1	
USB Typ	Тур	Typ I
Typ		· ·
Anzahl		USB 2.0
Ausführung Debrtragungsrate Low Speed (1,5 MBit/s), Full Speed (12 MBit/s) bis High Speed (480 MBit/s)		
Dispring parate Low Speed (1.5 MBit/s), Full Speed (12 MBit/s) bis High Speed (480 MBit/s) Strombelastbarkeit je Anschluss max. 1 A		
Strombelastbarkeit je Anschluss max. 1 A		**
Ethernet		
Anzahl Controller Ausführung Übertragungsrate Display Typ Typ TFT Farbe Diagonale Farben Auflösung Work, 640 x 480 Bildpunkte Kontrast Bilickwinkel horizontal vertikal Half Brightness Time ²⁾ Typ Technologie Controller Transmissionsgrad Tasten Funktionstasten Funktionstasten Display Top Lichtsträke der LED gelb Einschübb Interface Board I/O Board Einschung Ausfürsche Half Store No Aus (Store) Ja Nemspannung Aus (Ja Na) Ja Loguarian Loguarian Ja Loguarian		,
Controller		1
Ausführung		Intel 82574
Übertragungsrate 10/100/1000 MBit/s Display TFT Farbe Diagonale 5,7" (144 mm) Farben 262.144 Auflösung VGA, 640 x 480 Bildpunkte Kontrast 850:1 Blickwinkel Richtung R / Richtung L = 80° horizontal Richtung U / Richtung D = 80° Hintergrundbeleuchtung 400 cd/m² Helligkeit 400 cd/m² Half Brightness Time³? 50.000 h Touch Screen³? 7 Typ - Technologie - Controller - Transmissionsgrad - Funktionstasten 20 mit LED (gelb) Systemtasten Numerische Tasten, Cursor Block Lebensdauer > 1.000.000 Betätigungen bei 1 ±0,3 N bis 3 ±0,3 N Betätigungskraft Lichtstärke der LED gelb Ja gelb typ. 38 mcd Einschübe Neinstom Interface Board Nein Jo Board Nein Elektrische Eigenschaften Nennspannung 24 VDC ±25%		
TFT Farbe TFT Farbe Farbe Farbe TFT Farbe Farbe		· ·
Typ		10/100/1000 INDIG
Diagonale 5,7" (144 mm)		TET Farha
Farben 262.144	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	1 11
Auflösung VGA, 640 x 480 Bildpunkte Kontrast 850:1 Bickwinkel Richtung R / Richtung L = 80° horizontal Richtung U / Richtung D = 80° Hintergrundbeleuchtung 400 cd/m² Helligkeit 400 cd/m² Half Brightness Time²) 50.000 h Touch Screen³) - Typ - Technologie - Controller - Tasten 20 mit LED (gelb) Systemtasten Numerische Tasten, Cursor Block Lebensdauer > 1.000.000 Betätigungen bei 1 ±0.3 N bis 3 ±0.3 N Betätigungskraft Lichtstärke der LED gelb typ. 38 mcd gelb typ. 38 mcd Einschübe Ja Interface Board Ja I/O Board Nein Elektrische Eigenschaften Nein Nennstrom TBD ⁰ Einschaltstrom typ. 3 A, max. 50 A für <300 µs	•	
Richtung R / Richtung L = 80°		
Blickwinkel horizontal vertikal Richtung R / Richtung L = 80° yertikal Richtung U / Richtung D = 80° Hintergrundbeleuchtung Helligkeit Half Brightness Time²) Touch Screen³0 Typ Technologie Controller Transmissionsgrad Trasten Funktionstasten Systemtasten Vertical Systemt String System String System String System String System System String System Sy		•
horizontal vertikal Richtung R / Richtung L = 80° Richtung U / Richtung D = 80° Hintergrundbeleuchtung Helligkeit Half Brightness Time²) Touch Screen³) Typ Technologie Controller Transmissionsgrad Trasmissionsgrad Tasten Funktionstasten Funktionstasten Systemtasten Vertikarke der LED gelb typ. 38 mcd Einschübe Interface Board Nein Elektrische Eigenschaften Nennspannung Nennstrom Tigs R / Richtung L = 80° Richtung D = 80° 400 cd/m² 400 cd/m² 50.000 h Touch Screen³) 50.000 h - Tasten - Controller - Cont		850:1
vertikal Richtung U / Richtung D = 80° Hintergrundbeleuchtung Helligkeit 400 cd/m² Half Brightness Time²) 50.000 h Touch Screen³) Typ Technologie Controller Transmissionsgrad Tasten Funktionstasten 20 mit LED (gelb) Systemtasten Numerische Tasten, Cursor Block Lebensdauer > 1.000.000 Betätigungen bei 1 ±0,3 N bis 3 ±0,3 N Betätigungskraft Lichtstärke der LED gelb typ. 38 mcd Einschübe Interface Board Ja I/O Board Nein Elektrische Eigenschaften Nennspannung 24 VDC ±25% Nennstrom TBD¹ Einschaltstrom typ. 3 A, max. 50 A für <300 µs Leistungsaufnahme Galvanische Trennung Ja		
Hintergrundbeleuchtung Helligkeit Half Brightness Time ²⁰ Touch Screen ³⁰ Typ Technologie Controller Transmissionsgrad Funktionstasten Funktionstasten Systemtasten Lichtstärke der LED gelb Interface Board I/O Board Elektrische Eigenschaften Nennspannung Nennstrom Timestrom Leistungsaufnahme Einschültstrom Nennspanfange Systemtasten Lichtstärke Lebensdauer Lebensdauer Lebensdauer Lebensdauer Lebensdauer Lebensdauer Lebensdauer Lebensdauer Lichtstärke der LED gelb Lebensdauer Lichtstärke der LED gelb Lichtstärke der LED gelb Lichtstärke Lebensdauer Le		
Helligkeit		Richtung U / Richtung D = 80°
Half Brightness Time2 50.000 h		
Touch Screen³) Typ - Technologie - Controller - Transmissionsgrad - Tasten Funktionstasten 20 mit LED (gelb) Systemtasten Numerische Tasten, Cursor Block Lebensdauer > 1.000.000 Betätigungen bei 1 ±0,3 N bis 3 ±0,3 N Betätigungskraft Lichtstärke der LED gelb typ. 38 mcd Einschübe Interface Board Ja I/O Board Nein Elektrische Eigenschaften Nennspannung 24 VDC ±25% Nennstrom TBD⁴) Einschaltstrom typ. 3 A, max. 50 A für <300 µs Leistungsaufnahme Galvanische Trennung Ja	Helligkeit	400 cd/m ²
Typ Technologie Controller Transmissionsgrad Tasten Funktionstasten Systemtasten Systemtasten Lichtstärke der LED gelb Interface Board I/O Board Elektrische Eigenschaften Nennspannung 24 VDC ±25% Nennstrom TBD ⁴ Einschaltstrom Leistungsaufnahme Komponentenabhängig ⁵) Galvanische Trennung	Half Brightness Time ²⁾	50.000 h
Technologie Controller Transmissionsgrad Tasten Funktionstasten Systemtasten Lichtstärke der LED gelb Interface Board I/O Board Elektrische Eigenschaften Nennspannung Augusta States Nenspannung Augusta States Augu	Touch Screen ³⁾	
Controller - Transmissionsgrad - Tasten 20 mit LED (gelb) Systemtasten Numerische Tasten, Cursor Block Lebensdauer > 1.000.000 Betätigungen bei 1 ±0,3 N bis 3 ±0,3 N Betätigungskraft Lichtstärke der LED gelb typ. 38 mcd gelb typ. 38 mcd Einschübe Interface Board I/O Board Nein Elektrische Eigenschaften Nein Nennspannung 24 VDC ±25% Nennstrom TBD⁴) Einschaltstrom typ. 3 A, max. 50 A für <300 µs	1	-
Transmissionsgrad - Tasten 20 mit LED (gelb) Systemtasten Numerische Tasten, Cursor Block Lebensdauer > 1.000.000 Betätigungen bei 1 ±0,3 N bis 3 ±0,3 N Betätigungskraft Lichtstärke der LED gelb typ. 38 mcd Einschübe Ja Interface Board Ja I/O Board Nein Elektrische Eigenschaften Nennspannung 24 VDC ±25% Nennstrom TBD⁴) Einschaltstrom typ. 3 A, max. 50 A für <300 μs Leistungsaufnahme komponentenabhängig⁵) Galvanische Trennung Ja	Technologie	-
Tasten 20 mit LED (gelb) Funktionstasten 20 mit LED (gelb) Systemtasten Numerische Tasten, Cursor Block Lebensdauer > 1.000.000 Betätigungen bei 1 ±0,3 N bis 3 ±0,3 N Betätigungskraft Lichtstärke der LED gelb typ. 38 mcd Einschübe Ja Interface Board Ja I/O Board Nein Elektrische Eigenschaften Nennspannung 24 VDC ±25% Nennstrom TBD⁴) Einschaltstrom typ. 3 A, max. 50 A für <300 μs	Controller	-
Funktionstasten 20 mit LED (gelb) Systemtasten Numerische Tasten, Cursor Block Lebensdauer > 1.000.000 Betätigungen bei 1 ±0,3 N bis 3 ±0,3 N Betätigungskraft Lichtstärke der LED gelb typ. 38 mcd gelb typ. 38 mcd Einschübe Ja Interface Board Ja I/O Board Nein Elektrische Eigenschaften Nennspannung Nennspannung 24 VDC ±25% Nennstrom TBD⁴) Einschaltstrom typ. 3 A, max. 50 A für <300 μs	Transmissionsgrad	-
Systemtasten Numerische Tasten, Cursor Block Lebensdauer > 1.000.000 Betätigungen bei 1 ±0,3 N bis 3 ±0,3 N Betätigungskraft Lichtstärke der LED gelb typ. 38 mcd Einschübe Interface Board I/O Board Seinschaften Nennspannung 24 VDC ±25% Nennstrom TBD ⁴⁾ Einschaltstrom typ. 3 A, max. 50 A für <300 µs Leistungsaufnahme Galvanische Trennung Ja	Tasten	
Lebensdauer > 1.000.000 Betätigungen bei 1 ±0,3 N bis 3 ±0,3 N Betätigungskraft Lichtstärke der LED gelb typ. 38 mcd Einschübe Interface Board Ja I/O Board Nein Elektrische Eigenschaften Nennspannung 24 VDC ±25% Nennstrom TBD ⁴⁾ Einschaltstrom typ. 3 A, max. 50 A für <300 µs Leistungsaufnahme komponentenabhängig ⁵⁾ Galvanische Trennung Ja	Funktionstasten	20 mit LED (gelb)
Lichtstärke der LED gelb typ. 38 mcd Einschübe Ja Interface Board Ja I/O Board Nein Elektrische Eigenschaften Nennspannung 24 VDC ±25% Nennstrom TBD⁴) Einschaltstrom typ. 3 A, max. 50 A für <300 μs Leistungsaufnahme komponentenabhängig⁵) Galvanische Trennung Ja	Systemtasten	Numerische Tasten, Cursor Block
gelb typ. 38 mcd Einschübe Interface Board I/O Board Nein Elektrische Eigenschaften VC ±25% Nennspannung 24 VDC ±25% Nennstrom TBD⁴) Einschaltstrom typ. 3 A, max. 50 A für <300 μs	Lebensdauer	> 1.000.000 Betätigungen bei 1 ±0,3 N bis 3 ±0,3 N Betätigungskraft
Einschübe Ja Interface Board Ja I/O Board Nein Elektrische Eigenschaften 24 VDC ±25% Nennspannung 24 VDC ±25% Nennstrom TBD⁴) Einschaltstrom typ. 3 A, max. 50 A für <300 μs	Lichtstärke der LED	
Interface Board Ja I/O Board Nein Elektrische Eigenschaften Verweiten Schaften Nennspannung 24 VDC ±25% Nennstrom TBD⁴) Einschaltstrom typ. 3 A, max. 50 A für <300 μs Leistungsaufnahme komponentenabhängig⁵) Galvanische Trennung Ja	gelb	typ. 38 mcd
I/O Board Nein Elektrische Eigenschaften 24 VDC ±25% Nennspannung 24 VDC ±25% Nennstrom TBD⁴) Einschaltstrom typ. 3 A, max. 50 A für <300 µs Leistungsaufnahme komponentenabhängig⁵) Galvanische Trennung Ja	Einschübe	
Elektrische Eigenschaften 24 VDC ±25% Nennspannung 24 VDC ±25% Nennstrom TBD⁴) Einschaltstrom typ. 3 A, max. 50 A für <300 µs	Interface Board	Ja
Nennspannung 24 VDC ±25% Nennstrom TBD⁴) Einschaltstrom typ. 3 A, max. 50 A für <300 μs	I/O Board	Nein
Nennstrom TBD ⁶) Einschaltstrom typ. 3 A, max. 50 A für <300 μs	Elektrische Eigenschaften	
Nennstrom TBD ⁶) Einschaltstrom typ. 3 A, max. 50 A für <300 μs		24 VDC ±25%
Einschaltstrom typ. 3 A, max. 50 A für <300 µs Leistungsaufnahme komponentenabhängig ⁵⁾ Galvanische Trennung Ja	· ·	
Leistungsaufnahme komponentenabhängig ⁵⁾ Galvanische Trennung Ja		
Galvanische Trennung Ja		
•	-	
Linatebednigungeri		Ja
Schutzart nach EN 60529 IP20 rückseitig (nur mit gesteckter CF-Karte, gesteck-		ID20 rüokooitia (nur mit seeteeldes CE Marte, seeteeld
Schutzart nach EN 60529 IP20 rückseitig (nur mit gesteckter CF-Karte, gesteck- tem IF Board oder mit einer optionalen IF Abdeckung)	SCHULZARI HACH EN 00529	
IP65 / NEMA 250 Typ 4X, staub- und strahlwassergeschützt frontseitig		

Tabelle 26: 5PP552.0573-00 - Technische Daten

Produktbezeichnung	5PP552.0573-00
Umgebungsbedingungen	
Temperatur	
Betrieb	TBD
Lagerung	TBD
Transport	TBD
Luftfeuchtigkeit	
Betrieb	TBD
Lagerung	TBD
Transport	TBD
Vibration	
Betrieb (dauerhaft)	2 bis 9 Hz: 1,75 mm Amplitude / 9 bis 200 Hz: 0,5 g
Betrieb (gelegentlich)	2 bis 9 Hz: 3,5 mm Amplitude / 9 bis 200 Hz: 1 g
Lagerung	2 bis 8 Hz: 7,5 mm Amplitude / 8 bis 200 Hz: 2 g / 200 bis 500 Hz: 4 g
Transport	2 bis 8 Hz: 7,5 mm Amplitude / 8 bis 200 Hz: 2 g / 200 bis 500 Hz: 4 g
Schock	
Betrieb	15 g, 11 ms
Lagerung	30 g, 15 ms
Transport	30 g, 15 ms
Meereshöhe	
Betrieb	max. 3000 m (komponentenabhängig) ⁶⁾
Mechanische Eigenschaften	
Gehäuse	
Material	Aluminium lackiert
Front ⁷⁾	
Trägerrahmen	Aluminium, natur eloxiert
Dekorfolie	
Material	Polyester
Farbe heller Hintergrund	RAL 9006
Farbe dunkler Rand ums Display	RAL 7024
Dichtung	umlaufende Rundschnurdichtung
Abmessungen	
Breite	302 mm
Höhe	187 mm
Tiefe	55 mm
Gewicht	1750 g

Tabelle 26: 5PP552.0573-00 - Technische Daten

- 1) Maintenance Controller Extended.
- 2) Bei 25°C Umgebungstemperatur. Eine Verringerung der Helligkeit um 50% kann eine ca. 50%ige Erhöhung der Half Brightness Time bewirken.
- 3) Touch Screen Treiber stehen für freigegebene Betriebssysteme im Downloadbereich der B&R Homepage (www.br-automation.com) zum Download bereit.
- 4) Der angegebene Wert ist für eine nominale Nennspannung von 24 VDC gültig.
- 5) Der angegebene Wert ist für eine Systemeinheit mit CPU Board, ohne Interface Board, gültig.
- 6) Herabsenkung (Derating) der maximalen Umgebungstemperatur typisch 1°C pro 1000 Meter ab 500 Meter NN.
- 7) Prozess- bzw. chargenbedingt sind optische Abweichungen in der Farbe und Oberflächenbeschaffenheit möglich.

3.1.1.3.4 Abmessungen

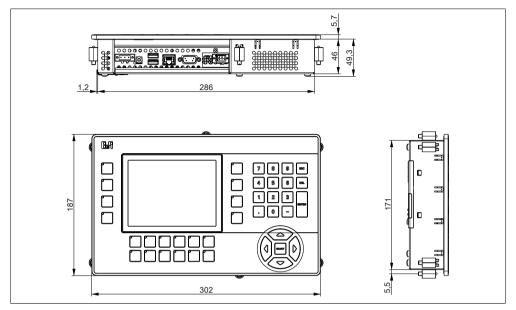


Abbildung 13: 5PP552.0573-00 - Abmessungen

3.1.1.3.5 Wanddurchbruch

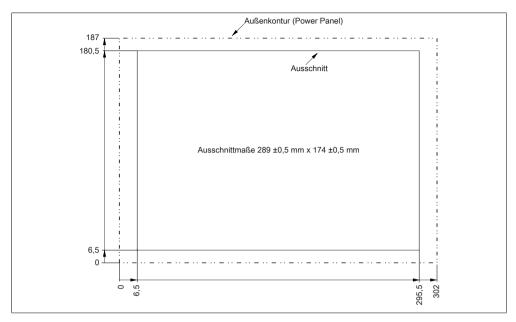


Abbildung 14: 5PP552.0573-00 - Wanddurchbruch

3.1.2 7" Systemeinheit

3.1.2.1 5PP520.0702-00

3.1.2.1.1 Allgemeines

- 7" TFT WVGA color Display
- Analoger resistiver Touch Screen
- Intel® Atom™ Technologie
- · Geringe Einbautiefe
- · Lüfterloser Betrieb
- · Erweiterbar durch Interface Board

3.1.2.1.2 Bestelldaten

Bestellnummer	Kurzbeschreibung	Abbildung
	Systemeinheiten	
5PP520.0702-00	Power Panel 520 7" WVGA TFT Display mit Touch Screen (resistiv); Anschlüsse für 1x RS232, 2x USB 2.0, 1x Ethernet 10/100/1000; erweiterbar mit einem Interface Board; Schutzart IP65 (frontseitig); 24 VDC Stecker für Spannungsversorgung gesondert bestellen (Schraubklemme: 0TB103.9; Federzugklemme: 0TB103.91).	BET
	Erforderliches Zubehör	
	CPU Boards	
5PP5CP.US15-00	PP500 CPU Board Intel Atom Z510, 1100 MHz, 400 MHz FSB, 512 kB L2 Cache; Chipsatz US15W; 1 Sockel für SO-DIMM DDR2 RAM Modul	
5PP5CP.US15-01	PP500 CPU Board Intel Atom Z520, 1330 MHz, 533 MHz FSB, 512 kB L2 Cache; Chipsatz US15W; 1 So- ckel für SO-DIMM DDR2 RAM Modul	
5PP5CP.US15-02	PP500 CPU Board Intel Atom Z530, 1600 MHz, 533 MHz FSB, 512 kB L2 Cache; Chipsatz US15W; 1 So- ckel für SO-DIMM DDR2 RAM Modul	
	Feldklemmen	
0TB103.9	Steckverbinder, 24 VDC, 3-polig female, Schraub- klemme, 3,31 mm², Vibrationsschutz durch Schraub- flansch	
0TB103.91	Steckverbinder, 24 VDC, 3-polig female, Federzug- klemme, 3,31 mm², Vibrationsschutz durch Schraub- flansch	
	Hauptspeicher	
5MMDDR.0512-01	SO-DIMM DDR2 RAM 512 MByte PC2-5300	
5MMDDR.1024-01	SO-DIMM DDR2 RAM 1024 MByte PC2-5300	
5MMDDR.2048-01	SO-DIMM DDR2 RAM 2048 MByte PC2-5300	
	Optionales Zubehör	
	Batterien	
0AC201.91	Lithium Batterien 4 Stück, 3 V / 950 mAh Knopfzelle	

Tabelle 27: 5PP520.0702-00 - Bestelldaten

Bestellnummer	Kurzbeschreibung
4A0006.00-000	Lithium Batterie, 3 V / 950 mAh, Knopfzelle
	CompactFlash
5CFCRD.016G-04	CompactFlash 16 GByte B&R
5CFCRD.0512-04	CompactFlash 512 MByte B&R
5CFCRD.1024-04	CompactFlash 1 GByte B&R
5CFCRD.2048-04	CompactFlash 2 GByte B&R
5CFCRD.4096-04	CompactFlash 4 GByte B&R
5CFCRD.8192-04	CompactFlash 8 GByte B&R
	Interface Boards
5PP5IF.CETH-00	PP500 Interface Board; Anschluss für 1x Ethernet
	10/100/1000
5PP5IF.CHDA-00	PP500 Interface Board; Anschluss für 1x MIC, 1x Line
	IN, 1x Line OUT
5PP5IF.FPLM-00	PP500 Interface Board; Anschlüsse für 2x POWER-
	LINK
	USB Zubehör
5MMUSB.2048-01	USB 2.0 Memory Stick 2048 MByte B&R

Tabelle 27: 5PP520.0702-00 - Bestelldaten

3.1.2.1.3 Technische Daten

Produktbezeichnung	5PP520.0702-00
Allgemeines	
B&R ID-Code	\$B4CD
Kühlung	Lüfterlos
LEDs	Power, CF, Link, Run
Power Taster	Ja
Reset Taster	Ja
Summer	Ja
Batterie	
Тур	Renata 950 mAh
Art	Lithium Ionen
Lebensdauer	TBD
tauschbar	Ja, von außen zugänglich
Zertifizierungen	
CE	in Vorbereitung
Controller	
Bootloader	BIOS
Mode/Node Schalter	2 Stück je 16-stellig (rückseitig)
Watchdog	MTCX
Power Fail Logik	
Controller	MTCX ¹⁾
Pufferzeit	10 ms
Grafik	
Controller	Intel® Graphics Media Accelerator 500
Speicher	
Тур	DDR2 SDRAM
Größe	max. 2 GByte

Tabelle 28: 5PP520.0702-00 - Technische Daten

Produktbezeichnung	5PP520.0702-00
Schnittstellen	
COM1	
Тур	RS232, modemfähig, nicht galvanisch getrennt
Ausführung	9-poliger DSUB Stecker
UART	16550 kompatibel, 16 Byte FIFO
max. Baudrate	115 kBit/s
CompactFlash Slot 1	
Тур	Тур І
USB	7
Тур	USB 2.0
Anzahl	2
Ausführung	Typ A
Übertragungsrate	Low Speed (1,5 MBit/s), Full Speed (12 MBit/s) bis High Speed (480 MBit/s)
Strombelastbarkeit	je Anschluss max. 1 A
Ethernet	,
Anzahl	1
Controller	Intel 82574
Ausführung	geschirmter RJ45 Port
Übertragungsrate	10/100/1000 MBit/s
Display	
Тур	TFT Farbe
Diagonale	7" (177,8 mm)
Farben	16 Mio.
Auflösung	WVGA, 800 x 480 Bildpunkte
Kontrast	600:1
Blickwinkel	000:1
horizontal	Richtung R / Richtung L = 70°
vertikal	Richtung U / Richtung D = 60°
	Richtary 0 / Richtary D = 00
Hintergrundbeleuchtung	500 cd/m ²
Helligkeit	50.000 h
Half Brightness Time ²⁾ Touch Screen ³⁾	50.000 ft
	AMT
Typ	
Technologie Controller	analog, resistiv B&R, seriell, 12 Bit
Transmissionsgrad	80% ±3%
	00 % 13 %
Tasten	Naia
Funktionstasten	Nein
Systemtasten	Nein
Lebensdauer	-
Lichtstärke der LED	•
Einschübe	
Interface Board	Ja
I/O Board	Nein
Elektrische Eigenschaften	
Nennspannung	24 VDC ±25%
Nennstrom	1 A ⁴⁾
Einschaltstrom	typ. 3 A, max. 50 A für <300 μs
Leistungsaufnahme	24 W ⁵⁾
Galvanische Trennung	Ja
·	•

Tabelle 28: 5PP520.0702-00 - Technische Daten

Produktbezeichnung	5PP520.0702-00
Einsatzbedingungen	
Schutzart nach EN 60529	IP20 rückseitig (nur mit gesteckter CF-Karte, gesteck- tem IF Board oder mit einer optionalen IF Abdeckung) IP65 / NEMA 250 Typ 4X, staub- und strahlwassergeschützt frontseitig
Umgebungsbedingungen	
Temperatur	
Betrieb	0 bis 55°C
Lagerung	-20 bis 60°C
Transport	-20 bis 60°C
Luftfeuchtigkeit	
Betrieb	TBD
Lagerung	TBD
Transport	TBD
Vibration	
Betrieb (dauerhaft)	2 bis 9 Hz: 1,75 mm Amplitude / 9 bis 200 Hz: 0,5 g
Betrieb (gelegentlich)	2 bis 9 Hz: 3,5 mm Amplitude / 9 bis 200 Hz: 1 g
Lagerung	2 bis 8 Hz: 7,5 mm Amplitude / 8 bis 200 Hz: 2 g / 200 bis 500 Hz: 4 g
Transport	2 bis 8 Hz: 7,5 mm Amplitude / 8 bis 200 Hz: 2 g / 200 bis 500 Hz: 4 g
Schock	
Betrieb	15 g, 11 ms
Lagerung	30 g, 15 ms
Transport	30 g, 15 ms
Meereshöhe	
Betrieb	max. 3000 m (komponentenabhängig) ⁶⁾
Mechanische Eigenschaften	
Gehäuse	
Material	Aluminium lackiert
Front ⁷⁾	
Trägerrahmen	Aluminium, natur eloxiert
Dekorfolie	
Material	Polyester
Farbe heller Hintergrund	RAL 9006
Farbe dunkler Rand ums Display	RAL 7024
Dichtung	umlaufende Rundschnurdichtung
Abmessungen	
Breite	212 mm
Höhe	156 mm
Tiefe	55 mm
Gewicht	1200 g

Tabelle 28: 5PP520.0702-00 - Technische Daten

- 1) Maintenance Controller Extended.
- 2) Bei 25°C Umgebungstemperatur. Eine Verringerung der Helligkeit um 50% kann eine ca. 50%ige Erhöhung der Half Brightness Time bewirken.
- 3) Touch Screen Treiber stehen für freigegebene Betriebssysteme im Downloadbereich der B&R Homepage (www.br-automation.com) zum Download bereit.
- 4) Der angegebene Wert ist für eine nominale Nennspannung von 24 VDC gültig.
- 5) Der angegebene Wert ist für eine Systemeinheit mit CPU Board, ohne Interface Board, gültig.
- 6) Herabsenkung (Derating) der maximalen Umgebungstemperatur typisch 1°C pro 1000 Meter ab 500 Meter NN.
- 7) Prozess- bzw. chargenbedingt sind optische Abweichungen in der Farbe und Oberflächenbeschaffenheit möglich.

3.1.2.1.4 Abmessungen

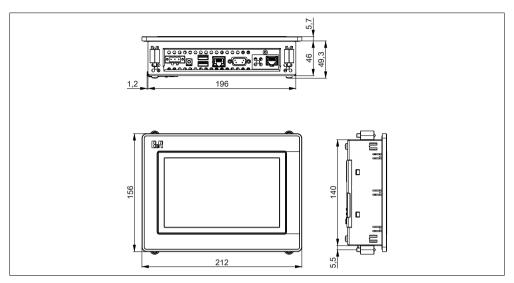


Abbildung 15: 5PP520.0702-00 - Abmessungen

3.1.2.1.5 Wanddurchbruch

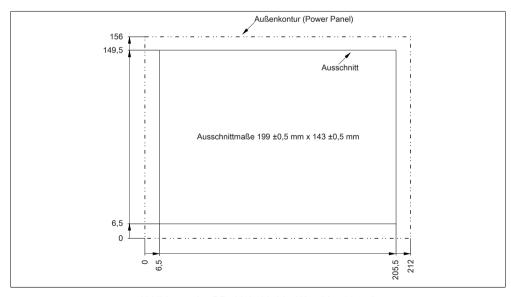


Abbildung 16: 5PP520.0702-00 - Wanddurchbruch

3.1.3 10,4" Systemeinheiten

3.1.3.1 5PP520.1043-00

3.1.3.1.1 Allgemeines

- 10,4" TFT VGA color Display
- Analoger resistiver Touch Screen
- Intel® Atom™ Technologie
- · Geringe Einbautiefe
- · Lüfterloser Betrieb
- · Erweiterbar durch Interface Board

3.1.3.1.2 Bestelldaten

Bestellnummer	Kurzbeschreibung	Abbildung
	Systemeinheiten	
5PP520.1043-00	Power Panel 520 10,4" VGA TFT Display mit Touch Screen (resistiv); Anschlüsse für 1x RS232, 3x USB 2.0, 1x Ethernet 10/100/1000; erweiterbar mit einem Interface Board; Schutzart IP65 (frontseitig); 24 VDC Stecker für Spannungsversorgung gesondert bestellen (Schraubklemme: 0TB103.9; Federzugklemme: 0TB103.91).	E.R
	Erforderliches Zubehör	
	CPU Boards	
5PP5CP.US15-00	PP500 CPU Board Intel Atom Z510, 1100 MHz, 400 MHz FSB, 512 kB L2 Cache; Chipsatz US15W; 1 Sockel für SO-DIMM DDR2 RAM Modul	
5PP5CP.US15-01	PP500 CPU Board Intel Atom Z520, 1330 MHz, 533 MHz FSB, 512 kB L2 Cache; Chipsatz US15W; 1 So- ckel für SO-DIMM DDR2 RAM Modul	
5PP5CP.US15-02	PP500 CPU Board Intel Atom Z530, 1600 MHz, 533 MHz FSB, 512 kB L2 Cache; Chipsatz US15W; 1 So- ckel für SO-DIMM DDR2 RAM Modul	
	Feldklemmen	
0TB103.9	Steckverbinder, 24 VDC, 3-polig female, Schraub- klemme, 3,31 mm², Vibrationsschutz durch Schraub- flansch	
0TB103.91	Steckverbinder, 24 VDC, 3-polig female, Federzug- klemme, 3,31 mm², Vibrationsschutz durch Schraub- flansch	
	Hauptspeicher	
5MMDDR.0512-01	SO-DIMM DDR2 RAM 512 MByte PC2-5300	
5MMDDR.1024-01	SO-DIMM DDR2 RAM 1024 MByte PC2-5300	
5MMDDR.2048-01	SO-DIMM DDR2 RAM 2048 MByte PC2-5300	
	Optionales Zubehör	
	Batterien	
0AC201.91	Lithium Batterien 4 Stück, 3 V / 950 mAh Knopfzelle	

Tabelle 29: 5PP520.1043-00 - Bestelldaten

Bestellnummer	Kurzbeschreibung
4A0006.00-000	Lithium Batterie, 3 V / 950 mAh, Knopfzelle
	CompactFlash
5CFCRD.016G-04	CompactFlash 16 GByte B&R
5CFCRD.0512-04	CompactFlash 512 MByte B&R
5CFCRD.1024-04	CompactFlash 1 GByte B&R
5CFCRD.2048-04	CompactFlash 2 GByte B&R
5CFCRD.4096-04	CompactFlash 4 GByte B&R
5CFCRD.8192-04	CompactFlash 8 GByte B&R
	Interface Boards
5PP5IF.CETH-00	PP500 Interface Board; Anschluss für 1x Ethernet
	10/100/1000
5PP5IF.CHDA-00	PP500 Interface Board; Anschluss für 1x MIC, 1x Line
	IN, 1x Line OUT
5PP5IF.FPLM-00	PP500 Interface Board; Anschlüsse für 2x POWER-
	LINK
	USB Zubehör
5MMUSB.2048-01	USB 2.0 Memory Stick 2048 MByte B&R

Tabelle 29: 5PP520.1043-00 - Bestelldaten

3.1.3.1.3 Technische Daten

Produktbezeichnung	5PP520.1043-00	
Allgemeines		
B&R ID-Code	\$B4CE	
Kühlung	Lüfterlos	
LEDs	Power, CF, Link, Run	
Power Taster	Ja	
Reset Taster	Ja	
Summer	Ja	
Batterie		
Тур	Renata 950 mAh	
Art	Lithium Ionen	
Lebensdauer	TBD	
tauschbar	Ja, von außen zugänglich	
Zertifizierungen		
CE	in Vorbereitung	
Controller		
Bootloader	BIOS	
Mode/Node Schalter	2 Stück je 16-stellig (rückseitig)	
Watchdog	MTCX	
Power Fail Logik		
Controller	MTCX ¹⁾	
Pufferzeit	10 ms	
Grafik		
Controller	Intel® Graphics Media Accelerator 500	
Speicher		
Тур	DDR2 SDRAM	
Größe	max. 2 GByte	

Tabelle 30: 5PP520.1043-00 - Technische Daten

Produktbezeichnung	5PP520.1043-00
Schnittstellen	
COM1	
Тур	RS232, modemfähig, nicht galvanisch getrennt
Ausführung	9-poliger DSUB Stecker
UART	16550 kompatibel, 16 Byte FIFO
max. Baudrate	115 kBit/s
CompactFlash Slot 1	
Тур	Typ I
USB	i i
Тур	USB 2.0
Anzahl	3
Ausführung	Typ A
Übertragungsrate	Low Speed (1,5 MBit/s), Full Speed (12 MBit/s) bis High Speed (480 MBit/s)
Strombelastbarkeit	je Anschluss max. 1 A
Ethernet	·
Anzahl	1
Controller	Intel 82574
Ausführung	geschirmter RJ45 Port
Übertragungsrate	10/100/1000 MBit/s
Display	
Тур	TFT Farbe
Diagonale	10,4" (264 mm)
Farben	16 Mio.
Auflösung	VGA, 640 x 480 Bildpunkte
Kontrast	700:1
Blickwinkel	700.1
horizontal	Richtung R / Richtung L = 80°
vertikal	Richtung U = 60° / Richtung D = 80°
Hintergrundbeleuchtung	Nichtang 0 = 00 / Nichtang D = 00
Helligkeit	450 cd/m²
Half Brightness Time ²⁾	50.000 h
Touch Screen ³⁾	30.000 H
Typ	AMT
Technologie	analog, resistiv
Controller	B&R, seriell, 12 Bit
Transmissionsgrad	80% ±3%
Tasten	00 /0 13 /0
Funktionstasten	Nein
Systemtasten	Nein
Lebensdauer	Neiri -
Lichtstärke der LED	-
	•
Einschübe	1
Interface Board	Ja N.:
I/O Board	Nein
Elektrische Eigenschaften	21172 221
Nennspannung	24 VDC ±25% ⁴⁾
Nennstrom	1,2 A
Einschaltstrom	typ. 3 A, max. 50 A für <300 μs
Leistungsaufnahme	25,5 W ⁵⁾
Galvanische Trennung	Ja

Tabelle 30: 5PP520.1043-00 - Technische Daten

Produktbezeichnung	5PP520.1043-00	
Einsatzbedingungen		
Schutzart nach EN 60529	IP20 rückseitig (nur mit gesteckter CF-Karte, gesteck- tem IF Board oder mit einer optionalen IF Abdeckung) IP65 / NEMA 250 Typ 4X, staub- und strahlwassergeschützt frontseitig	
Umgebungsbedingungen		
Temperatur		
Betrieb	0 bis 55°C	
Lagerung	-20 bis 60°C	
Transport	-20 bis 60°C	
Luftfeuchtigkeit		
Betrieb	TBD	
Lagerung	TBD	
Transport	TBD	
Vibration		
Betrieb (dauerhaft)	2 bis 9 Hz: 1,75 mm Amplitude / 9 bis 200 Hz: 0,5 g	
Betrieb (gelegentlich)	2 bis 9 Hz: 3,5 mm Amplitude / 9 bis 200 Hz: 1 g	
Lagerung	2 bis 8 Hz: 7,5 mm Amplitude / 8 bis 200 Hz: 2 g / 200 bis 500 Hz: 4 g	
Transport	2 bis 8 Hz: 7,5 mm Amplitude / 8 bis 200 Hz: 2 g / 200 bis 500 Hz: 4 g	
Schock		
Betrieb	15 g, 11 ms	
Lagerung	30 g, 15 ms	
Transport	30 g, 15 ms	
Meereshöhe		
Betrieb	max. 3000 m (komponentenabhängig) ⁶⁾	
Mechanische Eigenschaften		
Gehäuse		
Material	Aluminium lackiert	
Front ⁷⁾		
Trägerrahmen	Aluminium, natur eloxiert	
Dekorfolie		
Material	Polyester	
Farbe heller Hintergrund	RAL 9006	
Farbe dunkler Rand ums Display	RAL 7024	
Dichtung	umlaufende Rundschnurdichtung	
Abmessungen		
Breite	323 mm	
Höhe	260 mm	
Tiefe	59,7 mm	
Gewicht	2750 g	

Tabelle 30: 5PP520.1043-00 - Technische Daten

- 1) Maintenance Controller Extended.
- 2) Bei 25°C Umgebungstemperatur. Eine Verringerung der Helligkeit um 50% kann eine ca. 50%ige Erhöhung der Half Brightness Time bewirken.
- 3) Touch Screen Treiber stehen für freigegebene Betriebssysteme im Downloadbereich der B&R Homepage (www.br-automation.com) zum Download bereit.
- 4) Der angegebene Wert ist für eine nominale Nennspannung von 24 VDC gültig.
- 5) Der angegebene Wert ist für eine Systemeinheit mit CPU Board, ohne Interface Board, gültig.
- 6) Herabsenkung (Derating) der maximalen Umgebungstemperatur typisch 1°C pro 1000 Meter ab 500 Meter NN.
- 7) Prozess- bzw. chargenbedingt sind optische Abweichungen in der Farbe und Oberflächenbeschaffenheit möglich.

3.1.3.1.4 Abmessungen

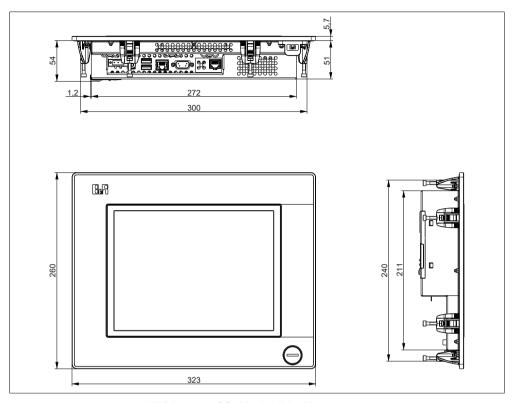


Abbildung 17: 5PP520.1043-00 - Abmessungen

3.1.3.1.5 Wanddurchbruch

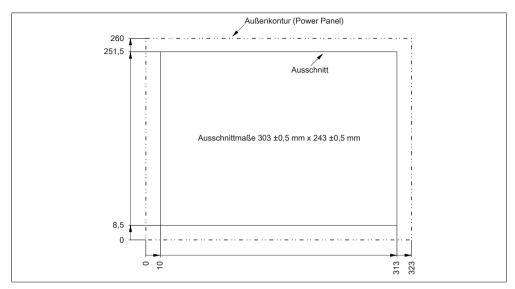


Abbildung 18: 5PP520.1043-00 - Wanddurchbruch

3.1.3.2 5PP580.1043-00

3.1.3.2.1 Allgemeines

- 10,4" TFT VGA color Display
- · Analoger resistiver Touch Screen und Funktionstasten
- Intel[®] Atom[™] Technologie
- · Geringe Einbautiefe
- Lüfterloser Betrieb
- Erweiterbar durch Interface Board

3.1.3.2.2 Bestelldaten

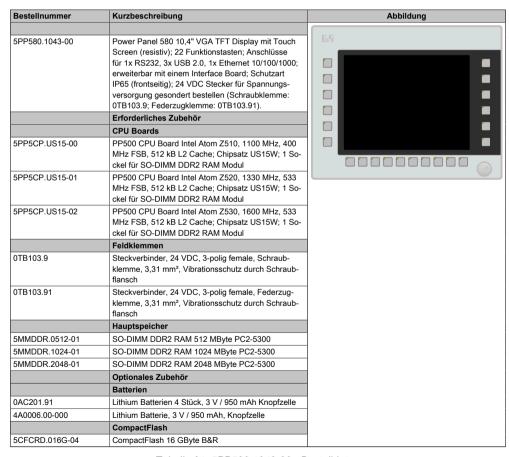


Tabelle 31: 5PP580.1043-00 - Bestelldaten

Bestellnummer	Kurzbeschreibung
5CFCRD.0512-04	CompactFlash 512 MByte B&R
5CFCRD.1024-04	CompactFlash 1 GByte B&R
5CFCRD.2048-04	CompactFlash 2 GByte B&R
5CFCRD.4096-04	CompactFlash 4 GByte B&R
5CFCRD.8192-04	CompactFlash 8 GByte B&R
	Interface Boards
5PP5IF.CETH-00	PP500 Interface Board; Anschluss für 1x Ethernet
	10/100/1000
5PP5IF.CHDA-00	PP500 Interface Board; Anschluss für 1x MIC, 1x Line
	IN, 1x Line OUT
5PP5IF.FPLM-00	PP500 Interface Board; Anschlüsse für 2x POWER-
	LINK
	USB Zubehör
5MMUSB.2048-01	USB 2.0 Memory Stick 2048 MByte B&R

Tabelle 31: 5PP580.1043-00 - Bestelldaten

3.1.3.2.3 Technische Daten

Produktbezeichnung	5PP580.1043-00	
Allgemeines		
B&R ID-Code	\$B606	
Kühlung	Lüfterlos	
LEDs	Power, CF, Link, Run	
Power Taster	Ja	
Reset Taster	Ja	
Summer	Ja	
Batterie		
Тур	Renata 950 mAh	
Art	Lithium Ionen	
Lebensdauer	TBD	
tauschbar	Ja, von außen zugänglich	
Zertifizierungen		
CE	in Vorbereitung	
Controller		
Bootloader	BIOS	
Mode/Node Schalter	2 Stück je 16-stellig (rückseitig)	
Watchdog	MTCX	
Power Fail Logik		
Controller	MTCX ¹⁾	
Pufferzeit	10 ms	
Grafik		
Controller	Intel® Graphics Media Accelerator 500	
Speicher		
Тур	DDR2 SDRAM	
Größe	max. 2 GByte	
Schnittstellen		
COM1		
Тур	RS232, modemfähig, nicht galvanisch getrennt	
Ausführung	9-poliger DSUB Stecker	
UART	16550 kompatibel, 16 Byte FIFO	
max. Baudrate	115 kBit/s	

Tabelle 32: 5PP580.1043-00 - Technische Daten

Produktbezeichnung	5PP580.1043-00
CompactFlash Slot 1	
Тур	Тур І
USB	i i
Тур	USB 2.0
Anzahl	3
Ausführung	Typ A
Übertragungsrate	Low Speed (1,5 MBit/s), Full Speed (12 MBit/s) bis High Speed (480 MBit/s)
Strombelastbarkeit	je Anschluss max. 1 A
Ethernet	,
Anzahl	1
Controller	Intel 82574
Ausführung	geschirmter RJ45 Port
Übertragungsrate	10/100/1000 MBit/s
Display	15/155/1555 112/55
Тур	TFT Farbe
Diagonale	10,4" (264 mm)
Farben	16 Mio.
Auflösung	VGA, 640 x 480 Bildpunkte 700:1
Kontrast	700:1
Blickwinkel	
horizontal	Richtung R / Richtung L = 80°
vertikal	Richtung U = 60° / Richtung D = 80°
Hintergrundbeleuchtung	
Helligkeit	450 cd/m²
Half Brightness Time ²⁾	50.000 h
Touch Screen ³⁾	
Тур	AMT
Technologie	analog, resistiv
Controller	B&R, seriell, 12 Bit
Transmissionsgrad	80% ±3%
Tasten	
Funktionstasten	22 mit LED (gelb)
Systemtasten	Nein
Lebensdauer	> 1.000.000 Betätigungen bei 1 ±0,3 N bis 3 ±0,3 N Betätigungskraft
Lichtstärke der LED	
gelb	typ. 38 mcd
Einschübe	
Interface Board	Ja
I/O Board	Nein
Elektrische Eigenschaften	
Nennspannung	24 VDC ±25%
Nennstrom	TBD ⁴⁾
Einschaltstrom	typ. 3 A, max. 50 A für <300 μs
Leistungsaufnahme	komponentenabhängig ⁵⁾
Galvanische Trennung	Ja
Einsatzbedingungen	
Schutzart nach EN 60529	IP20 rückseitig (nur mit gesteckter CE-Karte, gesteck-
Schutzart nach EN 60529	IP20 rückseitig (nur mit gesteckter CF-Karte, gesteck- tem IF Board oder mit einer optionalen IF Abdeckung)

Tabelle 32: 5PP580.1043-00 - Technische Daten

Produktbezeichnung	5PP580.1043-00
Umgebungsbedingungen	
Temperatur	
Betrieb	TBD
Lagerung	TBD
Transport	TBD
Luftfeuchtigkeit	
Betrieb	TBD
Lagerung	TBD
Transport	TBD
Vibration	
Betrieb (dauerhaft)	2 bis 9 Hz: 1,75 mm Amplitude / 9 bis 200 Hz: 0,5 g
Betrieb (gelegentlich)	2 bis 9 Hz: 3,5 mm Amplitude / 9 bis 200 Hz: 1 g
Lagerung	2 bis 8 Hz: 7,5 mm Amplitude / 8 bis 200 Hz: 2 g / 200 bis 500 Hz: 4 g
Transport	2 bis 8 Hz: 7,5 mm Amplitude / 8 bis 200 Hz: 2 g / 200 bis 500 Hz: 4 g
Schock	
Betrieb	15 g, 11 ms
Lagerung	30 g, 15 ms
Transport	30 g, 15 ms
Meereshöhe	
Betrieb	max. 3000 m (komponentenabhängig) ⁶⁾
Mechanische Eigenschaften	
Gehäuse	
Material	Aluminium lackiert
Front ⁷)	
Trägerrahmen	Aluminium, natur eloxiert
Dekorfolie	
Material	Polyester
Farbe heller Hintergrund	RAL 9006
Farbe dunkler Rand ums Display	RAL 7024
Dichtung	umlaufende Rundschnurdichtung
Abmessungen	
Breite	323 mm
Höhe	260 mm
Tiefe	59,7 mm
Gewicht	2650 g

Tabelle 32: 5PP580.1043-00 - Technische Daten

- 1) Maintenance Controller Extended.
- 2) Bei 25°C Umgebungstemperatur. Eine Verringerung der Helligkeit um 50% kann eine ca. 50%ige Erhöhung der Half Brightness Time bewirken.
- Touch Screen Treiber stehen für freigegebene Betriebssysteme im Downloadbereich der B&R Homepage (www.br-automation.com) zum Download bereit.
- 4) Der angegebene Wert ist für eine nominale Nennspannung von 24 VDC gültig.
- 5) Der angegebene Wert ist für eine Systemeinheit mit CPU Board, ohne Interface Board, gültig.
- 6) Herabsenkung (Derating) der maximalen Umgebungstemperatur typisch 1°C pro 1000 Meter ab 500 Meter NN.
- 7) Prozess- bzw. chargenbedingt sind optische Abweichungen in der Farbe und Oberflächenbeschaffenheit möglich.

3.1.3.2.4 Abmessungen

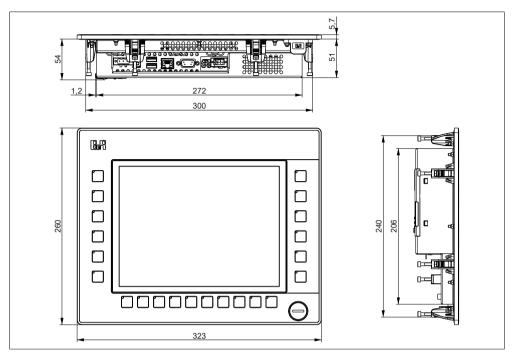


Abbildung 19: 5PP580.1043-00 - Abmessungen

3.1.3.2.5 Wanddurchbruch

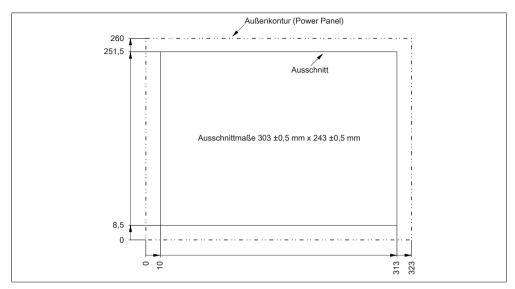


Abbildung 20: 5PP580.1043-00 - Wanddurchbruch

3.1.3.3 5PP581.1043-00

3.1.3.3.1 Allgemeines

- 10,4" TFT VGA color Display
- Analoger resistiver Touch Screen sowie Funktions- und Systemtasten
- Intel[®] Atom[™] Technologie
- Geringe Einbautiefe
- · Lüfterloser Betrieb
- · Erweiterbar durch Interface Board

3.1.3.3.2 Bestelldaten

Bestellnummer	Kurzbeschreibung	Abbildung
5PP581.1043-00	Power Panel 581 10,4" VGA TFT Display mit Touch Screen (resistiv); 38 Funktions- und 20 Systemtasten; Anschlüsse für 1x RS232, 3x USB 2.0, 1x Ethernet 10/100/1000; erweiterbar mit einem Interface Board; Schutzart IP65 (frontseitig); 24 VDC Stecker für Spannungsversorgung gesondert bestellen (Schraubklemme: 0TB103.9; Federzugklemme: 0TB103.91).	E.A
	Erforderliches Zubehör	
	CPU Boards	
5PP5CP.US15-00	PP500 CPU Board Intel Atom Z510, 1100 MHz, 400 MHz FSB, 512 kB L2 Cache; Chipsatz US15W; 1 Sockel für SO-DIMM DDR2 RAM Modul	
5PP5CP.US15-01	PP500 CPU Board Intel Atom Z520, 1330 MHz, 533 MHz FSB, 512 kB L2 Cache; Chipsatz US15W; 1 So- ckel für SO-DIMM DDR2 RAM Modul	
5PP5CP.US15-02	PP500 CPU Board Intel Atom Z530, 1600 MHz, 533 MHz FSB, 512 kB L2 Cache; Chipsatz US15W; 1 So- ckel für SO-DIMM DDR2 RAM Modul	
	Feldklemmen	
0TB103.9	Steckverbinder, 24 VDC, 3-polig female, Schraub- klemme, 3,31 mm², Vibrationsschutz durch Schraub- flansch	
0TB103.91	Steckverbinder, 24 VDC, 3-polig female, Federzug- klemme, 3,31 mm², Vibrationsschutz durch Schraub- flansch	
	Hauptspeicher	
5MMDDR.0512-01	SO-DIMM DDR2 RAM 512 MByte PC2-5300	
5MMDDR.1024-01	SO-DIMM DDR2 RAM 1024 MByte PC2-5300	
5MMDDR.2048-01	SO-DIMM DDR2 RAM 2048 MByte PC2-5300	
	Optionales Zubehör	
	Batterien	
0AC201.91	Lithium Batterien 4 Stück, 3 V / 950 mAh Knopfzelle	
4A0006.00-000	Lithium Batterie, 3 V / 950 mAh, Knopfzelle	
	CompactFlash	
5CFCRD.016G-04	CompactFlash 16 GByte B&R	

Tabelle 33: 5PP581.1043-00 - Bestelldaten

Bestellnummer	Kurzbeschreibung
5CFCRD.0512-04	CompactFlash 512 MByte B&R
5CFCRD.1024-04	CompactFlash 1 GByte B&R
5CFCRD.2048-04	CompactFlash 2 GByte B&R
5CFCRD.4096-04	CompactFlash 4 GByte B&R
5CFCRD.8192-04	CompactFlash 8 GByte B&R
	Interface Boards
5PP5IF.CETH-00	PP500 Interface Board; Anschluss für 1x Ethernet
	10/100/1000
5PP5IF.CHDA-00	PP500 Interface Board; Anschluss für 1x MIC, 1x Line
	IN, 1x Line OUT
5PP5IF.FPLM-00	PP500 Interface Board; Anschlüsse für 2x POWER-
	LINK
	USB Zubehör
5MMUSB.2048-01	USB 2.0 Memory Stick 2048 MByte B&R

Tabelle 33: 5PP581.1043-00 - Bestelldaten

3.1.3.3.3 Technische Daten

Produktbezeichnung	5PP581.1043-00	
Allgemeines		
B&R ID-Code	\$B608	
Kühlung	Lüfterlos	
LEDs	Power, CF, Link, Run	
Power Taster	Ja	
Reset Taster	Ja	
Summer	Ja	
Batterie		
Тур	Renata 950 mAh	
Art	Lithium Ionen	
Lebensdauer	TBD	
tauschbar	Ja, von außen zugänglich	
Zertifizierungen		
CE	in Vorbereitung	
Controller		
Bootloader	BIOS	
Mode/Node Schalter	2 Stück je 16-stellig (rückseitig)	
Watchdog	MTCX	
Power Fail Logik		
Controller	MTCX ¹⁾	
Pufferzeit	10 ms	
Grafik		
Controller	Intel® Graphics Media Accelerator 500	
Speicher		
Тур	DDR2 SDRAM	
Größe	max. 2 GByte	
Schnittstellen		
COM1		
Тур	RS232, modemfähig, nicht galvanisch getrennt	
Ausführung	9-poliger DSUB Stecker	
UART	16550 kompatibel, 16 Byte FIFO	
max. Baudrate	115 kBit/s	

Tabelle 34: 5PP581.1043-00 - Technische Daten

Produktbezeichnung	5PP581.1043-00
CompactFlash Slot 1	
Тур	Тур І
USB	
Тур	USB 2.0
Anzahl	3
Ausführung	Тур А
Übertragungsrate	Low Speed (1,5 MBit/s), Full Speed (12 MBit/s) bis High Speed (480 MBit/s)
Strombelastbarkeit	je Anschluss max. 1 A
Ethernet	
Anzahl	1
Controller	Intel 82574
Ausführung	geschirmter RJ45 Port
Übertragungsrate	10/100/1000 MBit/s
Display	
Тур	TFT Farbe
Diagonale	10,4" (264 mm)
Farben	16 Mio.
Auflösung	VGA, 640 x 480 Bildpunkte
Kontrast	700:1
Blickwinkel	
horizontal	Richtung R / Richtung L = 80°
vertikal	Richtung U = 60° / Richtung D = 80°
Hintergrundbeleuchtung	
Helligkeit	450 cd/m ²
Half Brightness Time2)	50.000 h
Touch Screen ³⁾	
Тур	AMT
Technologie	analog, resistiv
Controller	B&R, seriell, 12 Bit
Transmissionsgrad	80% ±3%
Tasten	
Funktionstasten	38 mit LED (gelb)
Systemtasten	Numerische Tasten, Cursor Block
Lebensdauer	> 1.000.000 Betätigungen bei 1 ±0,3 N bis 3 ±0,3 N Betätigungskraft
Lichtstärke der LED	
gelb	typ. 38 mcd
Einschübe	
Interface Board	Ja
I/O Board	Nein
Elektrische Eigenschaften	
Nennspannung	24 VDC ±25%
Nennstrom	TBD⁴)
Einschaltstrom	typ. 3 A, max. 50 A für <300 μs
Leistungsaufnahme	komponentenabhängig ⁵⁾
Galvanische Trennung	Ja
Einsatzbedingungen	
Schutzart nach EN 60529	IP20 rückseitig (nur mit gesteckter CF-Karte, gesteck-
	tem IF Board oder mit einer optionalen IF Abdeckung)
	IP65 / NEMA 250 Typ 4X, staub- und strahlwassergeschützt frontseitig

Tabelle 34: 5PP581.1043-00 - Technische Daten

Produktbezeichnung	5PP581.1043-00
Umgebungsbedingungen	
Temperatur	
Betrieb	TBD
Lagerung	TBD
Transport	TBD
Luftfeuchtigkeit	
Betrieb	TBD
Lagerung	TBD
Transport	TBD
Vibration	
Betrieb (dauerhaft)	2 bis 9 Hz: 1,75 mm Amplitude / 9 bis 200 Hz: 0,5 g
Betrieb (gelegentlich)	2 bis 9 Hz: 3,5 mm Amplitude / 9 bis 200 Hz: 1 g
Lagerung	2 bis 8 Hz: 7,5 mm Amplitude / 8 bis 200 Hz: 2 g / 200 bis 500 Hz: 4 g
Transport	2 bis 8 Hz: 7,5 mm Amplitude / 8 bis 200 Hz: 2 g / 200 bis 500 Hz: 4 g
Schock	
Betrieb	15 g, 11 ms
Lagerung	30 g, 15 ms
Transport	30 g, 15 ms
Meereshöhe	
Betrieb	max. 3000 m (komponentenabhängig) ⁶⁾
Mechanische Eigenschaften	
Gehäuse	
Material	Aluminium lackiert
Front ⁷⁾	
Trägerrahmen	Aluminium, natur eloxiert
Dekorfolie	
Material	Polyester
Farbe heller Hintergrund	RAL 9006
Farbe dunkler Rand ums Display	RAL 7024
Dichtung	umlaufende Rundschnurdichtung
Abmessungen	
Breite	323 mm
Höhe	358 mm
Tiefe	59,7 mm
Gewicht	3350 g

Tabelle 34: 5PP581.1043-00 - Technische Daten

- 1) Maintenance Controller Extended.
- 2) Bei 25°C Umgebungstemperatur. Eine Verringerung der Helligkeit um 50% kann eine ca. 50%ige Erhöhung der Half Brightness Time bewirken.
- 3) Touch Screen Treiber stehen für freigegebene Betriebssysteme im Downloadbereich der B&R Homepage (www.br-automation.com) zum Download bereit.
- 4) Der angegebene Wert ist für eine nominale Nennspannung von 24 VDC gültig.
- 5) Der angegebene Wert ist für eine Systemeinheit mit CPU Board, ohne Interface Board, gültig.
- 6) Herabsenkung (Derating) der maximalen Umgebungstemperatur typisch 1°C pro 1000 Meter ab 500 Meter NN.
- 7) Prozess- bzw. chargenbedingt sind optische Abweichungen in der Farbe und Oberflächenbeschaffenheit möglich.

3.1.3.3.4 Abmessungen

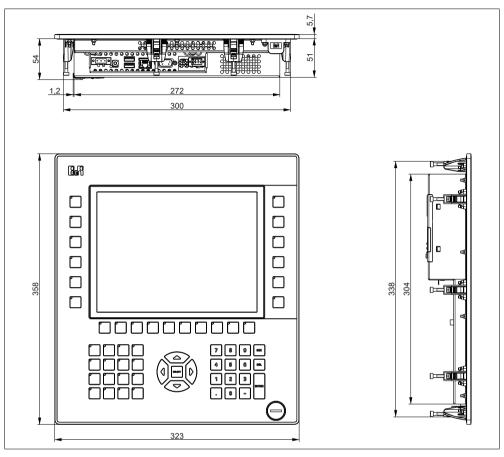


Abbildung 21: 5PP581.1043-00 - Abmessungen

3.1.3.3.5 Wanddurchbruch

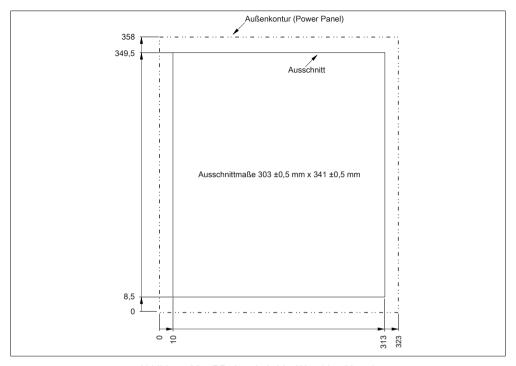


Abbildung 22: 5PP581.1043-00 - Wanddurchbruch

3.1.3.4 5PP582.1043-00

3.1.3.4.1 Allgemeines

- 10,4" TFT VGA color Display
- Analoger resistiver Touch Screen sowie Funktions- und Systemtasten
- Intel[®] Atom[™] Technologie
- Geringe Einbautiefe
- · Lüfterloser Betrieb
- · Erweiterbar durch Interface Board

3.1.3.4.2 Bestelldaten

Bestellnummer	Kurzbeschreibung	Abbildung
		B.R
5PP582.1043-00	Power Panel 582 10,4" VGA TFT Display mit Touch	D/A
	Screen (resistiv); 44 Funktions- und 20 Systemtasten;	
	Anschlüsse für 1x RS232, 3x USB 2.0, 1x Ethernet	
	10/100/1000; erweiterbar mit einem Interface Board;	
	Schutzart IP65 (frontseitig); 24 VDC Stecker für Span- nungsversorgung gesondert bestellen (Schraubklem-	
	me: 0TB103.9; Federzugklemme: 0TB103.91).	
	Erforderliches Zubehör	
	CPU Boards	
5PP5CP.US15-00	PP500 CPU Board Intel Atom Z510, 1100 MHz, 400	
	MHz FSB, 512 kB L2 Cache; Chipsatz US15W; 1 So-	
	ckel für SO-DIMM DDR2 RAM Modul	
5PP5CP.US15-01	PP500 CPU Board Intel Atom Z520, 1330 MHz, 533	
	MHz FSB, 512 kB L2 Cache; Chipsatz US15W; 1 So-	
	ckel für SO-DIMM DDR2 RAM Modul	
5PP5CP.US15-02	PP500 CPU Board Intel Atom Z530, 1600 MHz, 533	
	MHz FSB, 512 kB L2 Cache; Chipsatz US15W; 1 So- ckel für SO-DIMM DDR2 RAM Modul	
	Feldklemmen	
0TB103.9	Steckverbinder, 24 VDC, 3-polig female, Schraub-	ı
016103.9	klemme, 3,31 mm², Vibrationsschutz durch Schraub-	
	flansch	
0TB103.91	Steckverbinder, 24 VDC, 3-polig female, Federzug-	
	klemme, 3,31 mm². Vibrationsschutz durch Schraub-	
	flansch	
	Hauptspeicher	
5MMDDR.0512-01	SO-DIMM DDR2 RAM 512 MByte PC2-5300	
5MMDDR.1024-01	SO-DIMM DDR2 RAM 1024 MByte PC2-5300	
5MMDDR.2048-01	SO-DIMM DDR2 RAM 2048 MByte PC2-5300	
	Optionales Zubehör	
	Batterien	
0AC201.91	Lithium Batterien 4 Stück, 3 V / 950 mAh Knopfzelle	
4A0006.00-000	Lithium Batterie, 3 V / 950 mAh, Knopfzelle	
	CompactFlash	
5CFCRD.016G-04	CompactFlash 16 GByte B&R	

Tabelle 35: 5PP582.1043-00 - Bestelldaten

Bestellnummer	Kurzbeschreibung
5CFCRD.0512-04	CompactFlash 512 MByte B&R
5CFCRD.1024-04	CompactFlash 1 GByte B&R
5CFCRD.2048-04	CompactFlash 2 GByte B&R
5CFCRD.4096-04	CompactFlash 4 GByte B&R
5CFCRD.8192-04	CompactFlash 8 GByte B&R
	Interface Boards
5PP5IF.CETH-00	PP500 Interface Board; Anschluss für 1x Ethernet
	10/100/1000
5PP5IF.CHDA-00	PP500 Interface Board; Anschluss für 1x MIC, 1x Line
	IN, 1x Line OUT
5PP5IF.FPLM-00	PP500 Interface Board; Anschlüsse für 2x POWER-
	LINK
	USB Zubehör
5MMUSB.2048-01	USB 2.0 Memory Stick 2048 MByte B&R

Tabelle 35: 5PP582.1043-00 - Bestelldaten

3.1.3.4.3 Technische Daten

Produktbezeichnung	5PP582.1043-00	
Allgemeines		
B&R ID-Code	\$B609	
Kühlung	Lüfterlos	
LEDs	Power, CF, Link, Run	
Power Taster	Ja	
Reset Taster	Ja	
Summer	Ja	
Batterie		
Тур	Renata 950 mAh	
Art	Lithium Ionen	
Lebensdauer	TBD	
tauschbar	Ja, von außen zugänglich	
Zertifizierungen		
CE	in Vorbereitung	
Controller		
Bootloader	BIOS	
Mode/Node Schalter	2 Stück je 16-stellig (rückseitig)	
Watchdog	MTCX	
Power Fail Logik		
Controller	MTCX ¹⁾	
Pufferzeit	10 ms	
Grafik		
Controller	Intel® Graphics Media Accelerator 500	
Speicher		
Тур	DDR2 SDRAM	
Größe	max. 2 GByte	
Schnittstellen		
COM1		
Тур	RS232, modemfähig, nicht galvanisch getrennt	
Ausführung	9-poliger DSUB Stecker	
UART	16550 kompatibel, 16 Byte FIFO	
max. Baudrate	115 kBit/s	

Tabelle 36: 5PP582.1043-00 - Technische Daten

Produktbezeichnung	5PP582.1043-00
CompactFlash Slot 1	
Тур	Тур І
USB	
Тур	USB 2.0
Anzahl	3
Ausführung	Тур А
Übertragungsrate	Low Speed (1,5 MBit/s), Full Speed (12 MBit/s) bis High Speed (480 MBit/s)
Strombelastbarkeit	je Anschluss max. 1 A
Ethernet	
Anzahl	1
Controller	Intel 82574
Ausführung	geschirmter RJ45 Port
Übertragungsrate	10/100/1000 MBit/s
Display	
Тур	TFT Farbe
Diagonale	10,4" (264 mm)
Farben	16 Mio.
Auflösung	VGA, 640 x 480 Bildpunkte
Kontrast	700:1
Blickwinkel	
horizontal	Richtung R / Richtung L = 80°
vertikal	Richtung U = 60° / Richtung D = 80°
Hintergrundbeleuchtung	
Helligkeit	450 cd/m ²
Half Brightness Time2)	50.000 h
Touch Screen ³⁾	
Тур	AMT
Technologie	analog, resistiv
Controller	B&R, seriell, 12 Bit
Transmissionsgrad	80% ±3%
Tasten	
Funktionstasten	44 mit LED (gelb)
Systemtasten	Numerische Tasten, Cursor Block
Lebensdauer	> 1.000.000 Betätigungen bei 1 ±0,3 N bis 3 ±0,3 N Betätigungskraft
Lichtstärke der LED	
gelb	typ. 38 mcd
Einschübe	
Interface Board	Ja
I/O Board	Nein
Elektrische Eigenschaften	
Nennspannung	24 VDC ±25%
Nennstrom	TBD ⁴⁾
Einschaltstrom	typ. 3 A, max. 50 A für <300 μs
Leistungsaufnahme	komponentenabhängig ⁵⁾
Galvanische Trennung	Ja
Einsatzbedingungen	
Schutzart nach EN 60529	IP20 rückseitig (nur mit gesteckter CF-Karte, gesteck-
	tem IF Board oder mit einer optionalen IF Abdeckung)
	terrir board oder mit einer optionaler in Abdeckung)

Tabelle 36: 5PP582.1043-00 - Technische Daten

Produktbezeichnung	5PP582.1043-00
Umgebungsbedingungen	
Temperatur	
Betrieb	TBD
Lagerung	TBD
Transport	TBD
Luftfeuchtigkeit	
Betrieb	TBD
Lagerung	TBD
Transport	TBD
Vibration	
Betrieb (dauerhaft)	2 bis 9 Hz: 1,75 mm Amplitude / 9 bis 200 Hz: 0,5 g
Betrieb (gelegentlich)	2 bis 9 Hz: 3,5 mm Amplitude / 9 bis 200 Hz: 1 g
Lagerung	2 bis 8 Hz: 7,5 mm Amplitude / 8 bis 200 Hz: 2 g / 200 bis 500 Hz: 4 g
Transport	2 bis 8 Hz: 7,5 mm Amplitude / 8 bis 200 Hz: 2 g / 200 bis 500 Hz: 4 g
Schock	
Betrieb	15 g, 11 ms
Lagerung	30 g, 15 ms
Transport	30 g, 15 ms
Meereshöhe	
Betrieb	max. 3000 m (komponentenabhängig) ⁶⁾
Mechanische Eigenschaften	
Gehäuse	
Material	Aluminium lackiert
Front ⁷)	
Trägerrahmen	Aluminium, natur eloxiert
Dekorfolie	
Material	Polyester
Farbe heller Hintergrund	RAL 9006
Farbe dunkler Rand ums Display	RAL 7024
Dichtung	umlaufende Rundschnurdichtung
Abmessungen	
Breite	423 mm
Höhe	288 mm
Tiefe	59,7 mm
Gewicht	3500 g

Tabelle 36: 5PP582.1043-00 - Technische Daten

- 1) Maintenance Controller Extended.
- 2) Bei 25°C Umgebungstemperatur. Eine Verringerung der Helligkeit um 50% kann eine ca. 50%ige Erhöhung der Half Brightness Time bewirken.
- 3) Touch Screen Treiber stehen für freigegebene Betriebssysteme im Downloadbereich der B&R Homepage (www.br-automation.com) zum Download bereit.
- 4) Der angegebene Wert ist für eine nominale Nennspannung von 24 VDC gültig.
- 5) Der angegebene Wert ist für eine Systemeinheit mit CPU Board, ohne Interface Board, gültig.
- 6) Herabsenkung (Derating) der maximalen Umgebungstemperatur typisch 1°C pro 1000 Meter ab 500 Meter NN.
- 7) Prozess- bzw. chargenbedingt sind optische Abweichungen in der Farbe und Oberflächenbeschaffenheit möglich.

3.1.3.4.4 Abmessungen

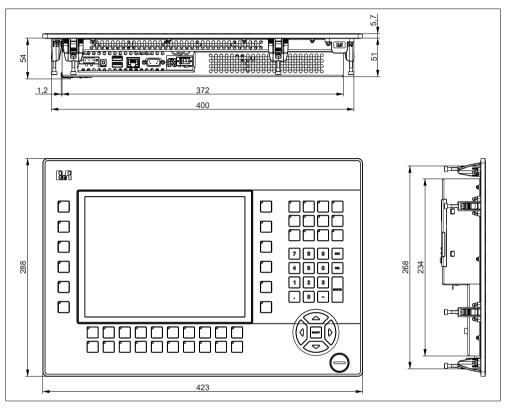


Abbildung 23: 5PP582.1043-00 - Abmessungen

3.1.3.4.5 Wanddurchbruch

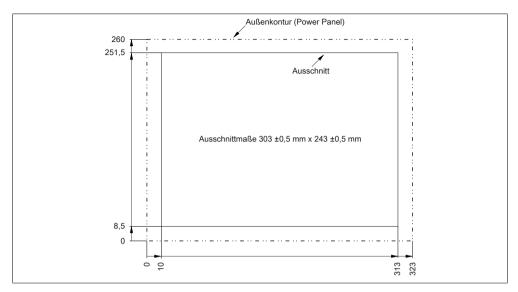


Abbildung 24: 5PP582.1043-00 - Wanddurchbruch

3.1.4 12,1" Systemeinheit

3.1.4.1 5PP520.1214-00

3.1.4.1.1 Allgemeines

- 12,1" TFT SVGA color Display
- · Analoger resistiver Touch Screen
- Intel® Atom™ Technologie
- · Geringe Einbautiefe
- · Lüfterloser Betrieb
- · Erweiterbar durch Interface Board

3.1.4.1.2 Bestelldaten

Bestellnummer	Kurzbeschreibung	Abbildung
	Systemeinheiten	
5PP520.1214-00	Power Panel 520 12" SVGA TFT Display mit Touch Screen (resistiv); Anschlüsse für 1x RS232, 3x USB	BA BA
	2.0, 1x Ethernet 10/100/1000; erweiterbar mit einem Interface Board; Schutzart IP65 (frontseitig); 24 VDC	
	Stecker für Spannungsversorgung gesondert bestellen (Schraubklemme: 0TB103.9; Federzugklemme: 0TB103.91).	
	Erforderliches Zubehör	
	CPU Boards	
5PP5CP.US15-00	PP500 CPU Board Intel Atom Z510, 1100 MHz, 400 MHz FSB, 512 kB L2 Cache; Chipsatz US15W; 1 Sockel für SO-DIMM DDR2 RAM Modul	
5PP5CP.US15-01	PP500 CPU Board Intel Atom Z520, 1330 MHz, 533 MHz FSB, 512 kB L2 Cache; Chipsatz US15W; 1 So- ckel für SO-DIMM DDR2 RAM Modul	
5PP5CP.US15-02	PP500 CPU Board Intel Atom Z530, 1600 MHz, 533 MHz FSB, 512 kB L2 Cache; Chipsatz US15W; 1 So- ckel für SO-DIMM DDR2 RAM Modul	
	Feldklemmen	
0TB103.9	Steckverbinder, 24 VDC, 3-polig female, Schraub- klemme, 3,31 mm², Vibrationsschutz durch Schraub- flansch	
0TB103.91	Steckverbinder, 24 VDC, 3-polig female, Federzug- klemme, 3,31 mm², Vibrationsschutz durch Schraub- flansch	
	Hauptspeicher	
5MMDDR.0512-01	SO-DIMM DDR2 RAM 512 MByte PC2-5300	
5MMDDR.1024-01	SO-DIMM DDR2 RAM 1024 MByte PC2-5300	
5MMDDR.2048-01	SO-DIMM DDR2 RAM 2048 MByte PC2-5300	
	Optionales Zubehör	
	Batterien	
0AC201.91	Lithium Batterien 4 Stück, 3 V / 950 mAh Knopfzelle	

Tabelle 37: 5PP520.1214-00 - Bestelldaten

Bestellnummer	Kurzbeschreibung
4A0006.00-000	Lithium Batterie, 3 V / 950 mAh, Knopfzelle
	CompactFlash
5CFCRD.016G-04	CompactFlash 16 GByte B&R
5CFCRD.0512-04	CompactFlash 512 MByte B&R
5CFCRD.1024-04	CompactFlash 1 GByte B&R
5CFCRD.2048-04	CompactFlash 2 GByte B&R
5CFCRD.4096-04	CompactFlash 4 GByte B&R
5CFCRD.8192-04	CompactFlash 8 GByte B&R
	Interface Boards
5PP5IF.CETH-00	PP500 Interface Board; Anschluss für 1x Ethernet 10/100/1000
5PP5IF.CHDA-00	PP500 Interface Board; Anschluss für 1x MIC, 1x Line IN, 1x Line OUT
5PP5IF.FPLM-00	PP500 Interface Board; Anschlüsse für 2x POWER- LINK
	USB Zubehör
5MMUSB.2048-01	USB 2.0 Memory Stick 2048 MByte B&R

Tabelle 37: 5PP520.1214-00 - Bestelldaten

3.1.4.1.3 Technische Daten

Produktbezeichnung	5PP520.1214-00
Allgemeines	
B&R ID-Code	\$B4E0
Kühlung	Lüfterlos
LEDs	Power, CF, Link, Run
Power Taster	Ja
Reset Taster	Ja
Summer	Ja
Batterie	
Тур	Renata 950 mAh
Art	Lithium Ionen
Lebensdauer	TBD
tauschbar	Ja, von außen zugänglich
Zertifizierungen	
CE	in Vorbereitung
Controller	
Bootloader	BIOS
Mode/Node Schalter	2 Stück je 16-stellig (rückseitig)
Watchdog	MTCX
Power Fail Logik	
Controller	MTCX ¹⁾
Pufferzeit	10 ms
Grafik	
Controller	Intel® Graphics Media Accelerator 500
Speicher	
Тур	DDR2 SDRAM
Größe	max. 2 GByte

Tabelle 38: 5PP520.1214-00 - Technische Daten

Produktbezeichnung 5PP520.1214-00	
Schnittstellen	
COM1	
Тур	RS232, modemfähig, nicht galvanisch getrennt
Ausführung	9-poliger DSUB Stecker
UART	16550 kompatibel, 16 Byte FIFO
max. Baudrate	115 kBit/s
CompactFlash Slot 1	
Тур	Тур І
USB	i i
Тур	USB 2.0
Anzahl	3
Ausführung	Typ A
Übertragungsrate	Low Speed (1,5 MBit/s), Full Speed (12 MBit/s) bis High Speed (480 MBit/s)
Strombelastbarkeit	je Anschluss max. 1 A
Ethernet	,
Anzahl	1
Controller	Intel 82574
Ausführung	geschirmter RJ45 Port
Übertragungsrate	10/100/1000 MBit/s
Display	
Тур	TFT Farbe
Diagonale	12,1" (307 mm)
Farben	262.144
Auflösung	SVGA, 800 x 600 Bildpunkte
Kontrast	800:1
Blickwinkel	000.1
horizontal	Richtung R / Richtung L = 80°
vertikal	Richtung U = 35° / Richtung D = 60°
	Richtung 0 – 35 / Richtung D – 60
Hintergrundbeleuchtung	450 cd/m ²
Helligkeit	50.000 h
Half Brightness Time ²⁾ Touch Screen ³⁾	50.000 11
	AMT
Typ	
Technologie Controller	analog, resistiv B&R, seriell, 12 Bit
Transmissionsgrad	80% ±3%
Tasten	00 /6 ±3 /6
	Main
Funktionstasten	Nein
Systemtasten	Nein
Lebensdauer	•
Lichtstärke der LED	-
Einschübe	
Interface Board	Ja
I/O Board	Nein
Elektrische Eigenschaften	
Nennspannung	24 VDC ±25%
Nennstrom	TBD ⁴⁾
Einschaltstrom	typ. 3 A, max. 50 A für <300 μs
Leistungsaufnahme	komponentenabhängig ⁵⁾
Galvanische Trennung	Ja
	00

Tabelle 38: 5PP520.1214-00 - Technische Daten

Produktbezeichnung	5PP520.1214-00
Einsatzbedingungen	
Schutzart nach EN 60529	IP20 rückseitig (nur mit gesteckter CF-Karte, gesteck- tem IF Board oder mit einer optionalen IF Abdeckung) IP65 / NEMA 250 Typ 4X, staub- und strahlwassergeschützt frontseitig
Umgebungsbedingungen	
Temperatur	
Betrieb	0 bis 55°C
Lagerung	-20 bis 60°C
Transport	-20 bis 60°C
Luftfeuchtigkeit	
Betrieb	TBD
Lagerung	TBD
Transport	TBD
Vibration	
Betrieb (dauerhaft)	2 bis 9 Hz: 1,75 mm Amplitude / 9 bis 200 Hz: 0,5 g
Betrieb (gelegentlich)	2 bis 9 Hz: 3,5 mm Amplitude / 9 bis 200 Hz: 1 g
Lagerung	2 bis 8 Hz: 7,5 mm Amplitude / 8 bis 200 Hz: 2 g / 200 bis 500 Hz: 4 g
Transport	2 bis 8 Hz: 7,5 mm Amplitude / 8 bis 200 Hz: 2 g / 200 bis 500 Hz: 4 g
Schock	
Betrieb	15 g, 11 ms
Lagerung	30 g, 15 ms
Transport	30 g, 15 ms
Meereshöhe	
Betrieb	max. 3000 m (komponentenabhängig) ⁶⁾
Mechanische Eigenschaften	
Gehäuse	
Material	Aluminium lackiert
Front ⁷⁾	
Trägerrahmen	Aluminium, natur eloxiert
Dekorfolie	
Material	Polyester
Farbe heller Hintergrund	RAL 9006
Farbe dunkler Rand ums Display	RAL 7024
Dichtung	umlaufende Rundschnurdichtung
Abmessungen	
Breite	362 mm
Höhe	284 mm
Tiefe	60,2 mm
Gewicht	3350 g

Tabelle 38: 5PP520.1214-00 - Technische Daten

- 1) Maintenance Controller Extended.
- 2) Bei 25°C Umgebungstemperatur. Eine Verringerung der Helligkeit um 50% kann eine ca. 50%ige Erhöhung der Half Brightness Time bewirken.
- 3) Touch Screen Treiber stehen für freigegebene Betriebssysteme im Downloadbereich der B&R Homepage (www.br-automation.com) zum Download bereit.
- 4) Der angegebene Wert ist für eine nominale Nennspannung von 24 VDC gültig.
- 5) Der angegebene Wert ist für eine Systemeinheit mit CPU Board, ohne Interface Board, gültig.
- 6) Herabsenkung (Derating) der maximalen Umgebungstemperatur typisch 1°C pro 1000 Meter ab 500 Meter NN.
- 7) Prozess- bzw. chargenbedingt sind optische Abweichungen in der Farbe und Oberflächenbeschaffenheit möglich.

3.1.4.1.4 Abmessungen

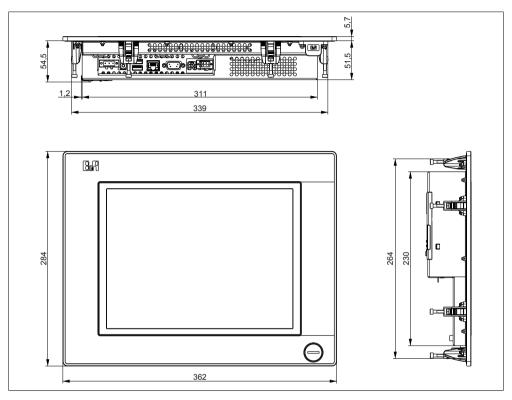


Abbildung 25: 5PP520.1214-00 - Abmessungen

3.1.4.1.5 Wanddurchbruch

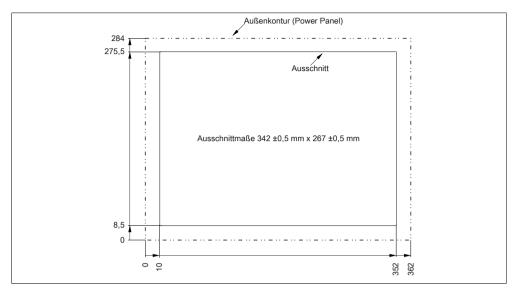


Abbildung 26: 5PP520.1214-00 - Wanddurchbruch

3.1.5 15" Systemeinheiten

3.1.5.1 5PP520.1505-00

3.1.5.1.1 Allgemeines

- 15" TFT XGA color Display
- · Analoger resistiver Touch Screen
- Intel® Atom™ Technologie
- · Geringe Einbautiefe
- · Lüfterloser Betrieb
- · Erweiterbar durch Interface Board

3.1.5.1.2 Bestelldaten

Bestellnummer	Kurzbeschreibung	Abbildung
	Systemeinheiten	B _i R
5PP520.1505-00	Power Panel 520 15" XGA TFT Display mit Touch	Diff
	Screen (resistiv); Anschlüsse für 1x RS232, 3x USB	
	2.0, 1x Ethernet 10/100/1000; erweiterbar mit einem	
	Interface Board; Schutzart IP65 (frontseitig); 24 VDC	
	Stecker für Spannungsversorgung gesondert bestellen (Schraubklemme: 0TB103.9; Federzugklemme:	
	OTB103.91).	
	Erforderliches Zubehör	
	CPU Boards	
5PP5CP.US15-00	PP500 CPU Board Intel Atom Z510, 1100 MHz, 400	
	MHz FSB, 512 kB L2 Cache; Chipsatz US15W; 1 So-	
	ckel für SO-DIMM DDR2 RAM Modul	
5PP5CP.US15-01	PP500 CPU Board Intel Atom Z520, 1330 MHz, 533	
	MHz FSB, 512 kB L2 Cache; Chipsatz US15W; 1 So-	
	ckel für SO-DIMM DDR2 RAM Modul	
5PP5CP.US15-02	PP500 CPU Board Intel Atom Z530, 1600 MHz, 533	
	MHz FSB, 512 kB L2 Cache; Chipsatz US15W; 1 So- ckel für SO-DIMM DDR2 RAM Modul	
	Feldklemmen	
0TB103.9	Steckverbinder, 24 VDC, 3-polig female, Schraub-	
	klemme, 3,31 mm², Vibrationsschutz durch Schraub-	
	flansch	
0TB103.91	Steckverbinder, 24 VDC, 3-polig female, Federzug-	
	klemme, 3,31 mm², Vibrationsschutz durch Schraub-	
	flansch	
	Hauptspeicher	
5MMDDR.0512-01	SO-DIMM DDR2 RAM 512 MByte PC2-5300	
5MMDDR.1024-01	SO-DIMM DDR2 RAM 1024 MByte PC2-5300	
5MMDDR.2048-01	SO-DIMM DDR2 RAM 2048 MByte PC2-5300	
	Optionales Zubehör	
	Batterien	
0AC201.91	Lithium Batterien 4 Stück, 3 V / 950 mAh Knopfzelle	

Tabelle 39: 5PP520.1505-00 - Bestelldaten

Bestellnummer	Kurzbeschreibung
4A0006.00-000	Lithium Batterie, 3 V / 950 mAh, Knopfzelle
	CompactFlash
5CFCRD.016G-04	CompactFlash 16 GByte B&R
5CFCRD.0512-04	CompactFlash 512 MByte B&R
5CFCRD.1024-04	CompactFlash 1 GByte B&R
5CFCRD.2048-04	CompactFlash 2 GByte B&R
5CFCRD.4096-04	CompactFlash 4 GByte B&R
5CFCRD.8192-04	CompactFlash 8 GByte B&R
	Interface Boards
5PP5IF.CETH-00	PP500 Interface Board; Anschluss für 1x Ethernet 10/100/1000
5PP5IF.CHDA-00	PP500 Interface Board; Anschluss für 1x MIC, 1x Line IN, 1x Line OUT
5PP5IF.FPLM-00	PP500 Interface Board; Anschlüsse für 2x POWER- LINK
	USB Zubehör
5MMUSB.2048-01	USB 2.0 Memory Stick 2048 MByte B&R

Tabelle 39: 5PP520.1505-00 - Bestelldaten

3.1.5.1.3 Technische Daten

Produktbezeichnung	5PP520.1505-00
Allgemeines	
B&R ID-Code	\$B4CF
Kühlung	Lüfterlos
LEDs	Power, CF, Link, Run
Power Taster	Ja
Reset Taster	Ja
Summer	Ja
Batterie	
Тур	Renata 950 mAh
Art	Lithium Ionen
Lebensdauer	TBD
tauschbar	Ja, von außen zugänglich
Zertifizierungen	
CE	in Vorbereitung
Controller	
Bootloader	BIOS
Mode/Node Schalter	2 Stück je 16-stellig (rückseitig)
Watchdog	MTCX
Power Fail Logik	
Controller	MTCX ¹⁾
Pufferzeit	10 ms
Grafik	
Controller	Intel® Graphics Media Accelerator 500
Speicher	
Тур	DDR2 SDRAM
Größe	max. 2 GByte

Tabelle 40: 5PP520.1505-00 - Technische Daten

Produktbezeichnung	5PP520.1505-00
Schnittstellen	
COM1	
Тур	RS232, modemfähig, nicht galvanisch getrennt
Ausführung	9-poliger DSUB Stecker
UART	16550 kompatibel, 16 Byte FIFO
max. Baudrate	115 kBit/s
CompactFlash Slot 1	
Тур	Тур І
USB	77
Тур	USB 2.0
Anzahl	3
Ausführung	Typ A
Übertragungsrate	Low Speed (1,5 MBit/s), Full Speed (12 MBit/s) bis High Speed (480 MBit/s)
Strombelastbarkeit	je Anschluss max. 1 A
Ethernet	je zalodniado max. 174
Anzahl	1
Controller	Intel 82574
Ausführung	geschirmter RJ45 Port
Übertragungsrate	10/100/1000 MBit/s
Display	10/100/1000 MBIGS
	TFT Farbe
Typ	
Diagonale	15" (381 mm)
Farben	16 Mio.
Auflösung	XGA, 1024 x 768 Bildpunkte
Kontrast	700:1
Blickwinkel	
horizontal	Richtung R / Richtung L = 80°
vertikal	Richtung U = 80° / Richtung D = 60°
Hintergrundbeleuchtung	
Helligkeit	350 cd/m²
Half Brightness Time ²⁾	50.000 h
Touch Screen ³⁾	
Тур	AMT
Technologie	analog, resistiv
Controller	B&R, seriell, 12 Bit
Transmissionsgrad	81% ±3%
Tasten	
Funktionstasten	Nein
Systemtasten	Nein
Lebensdauer	-
Lichtstärke der LED	-
Einschübe	
Interface Board	Ja
I/O Board	Nein
Elektrische Eigenschaften	
Nennspannung	24 VDC ±25%
Nennstrom	1,5 A ⁴⁾
Einschaltstrom	·
	typ. 3 A, max. 50 A für <300 μs 31 W ⁵
Leistungsaufnahme	
Galvanische Trennung	Ja

Tabelle 40: 5PP520.1505-00 - Technische Daten

Produktbezeichnung	5PP520.1505-00
Einsatzbedingungen	
Schutzart nach EN 60529	IP20 rückseitig (nur mit gesteckter CF-Karte, gesteck- tem IF Board oder mit einer optionalen IF Abdeckung) IP65 / NEMA 250 Typ 4X, staub- und strahlwassergeschützt frontseitig
Umgebungsbedingungen	
Temperatur	
Betrieb	0 bis 55°C
Lagerung	-20 bis 60°C
Transport	-20 bis 60°C
Luftfeuchtigkeit	
Betrieb	TBD
Lagerung	TBD
Transport	TBD
Vibration	
Betrieb (dauerhaft)	2 bis 9 Hz: 1,75 mm Amplitude / 9 bis 200 Hz: 0,5 g
Betrieb (gelegentlich)	2 bis 9 Hz: 3,5 mm Amplitude / 9 bis 200 Hz: 1 g
Lagerung	2 bis 8 Hz: 7,5 mm Amplitude / 8 bis 200 Hz: 2 g / 200 bis 500 Hz: 4 g
Transport	2 bis 8 Hz: 7,5 mm Amplitude / 8 bis 200 Hz: 2 g / 200 bis 500 Hz: 4 g
Schock	<u> </u>
Betrieb	15 g, 11 ms
Lagerung	30 g, 15 ms
Transport	30 g, 15 ms
Meereshöhe	
Betrieb	max. 3000 m (komponentenabhängig) ⁶⁾
Mechanische Eigenschaften	
Gehäuse	
Material	Aluminium lackiert
Front ⁷)	
Trägerrahmen	Aluminium, natur eloxiert
Dekorfolie	
Material	Polyester
Farbe heller Hintergrund	RAL 9006
Farbe dunkler Rand ums Display	RAL 7024
Dichtung	umlaufende Rundschnurdichtung
Abmessungen	·
Breite	435 mm
Höhe	330 mm
Tiefe	62,7 mm
Gewicht	5100 g

Tabelle 40: 5PP520.1505-00 - Technische Daten

- 1) Maintenance Controller Extended.
- 2) Bei 25°C Umgebungstemperatur. Eine Verringerung der Helligkeit um 50% kann eine ca. 50%ige Erhöhung der Half Brightness Time bewirken.
- 3) Touch Screen Treiber stehen für freigegebene Betriebssysteme im Downloadbereich der B&R Homepage (www.br-automation.com) zum Download bereit.
- 4) Der angegebene Wert ist für eine nominale Nennspannung von 24 VDC gültig.
- 5) Der angegebene Wert ist für eine Systemeinheit mit CPU Board, ohne Interface Board, gültig.
- 6) Herabsenkung (Derating) der maximalen Umgebungstemperatur typisch 1°C pro 1000 Meter ab 500 Meter NN.
- 7) Prozess- bzw. chargenbedingt sind optische Abweichungen in der Farbe und Oberflächenbeschaffenheit möglich.

3.1.5.1.4 Abmessungen

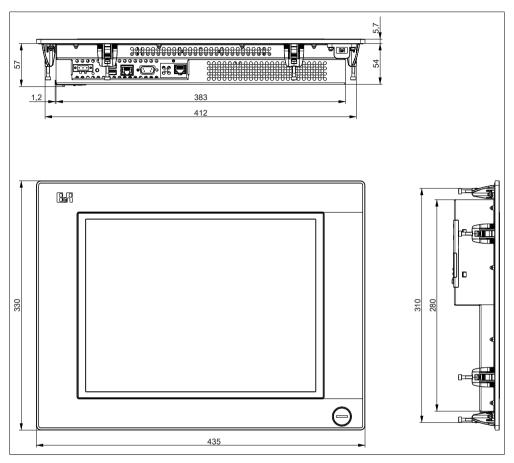


Abbildung 27: 5PP520.1505-00 - Abmessungen

3.1.5.1.5 Wanddurchbruch

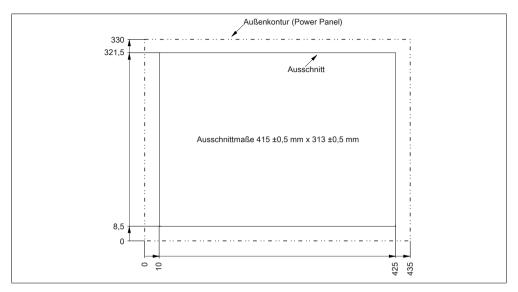


Abbildung 28: 5PP520.1505-00 - Wanddurchbruch

3.1.5.2 5PP580.1505-00

3.1.5.2.1 Allgemeines

- 15" TFT XGA color Display
- Analoger resistiver Touch Screen und Funktionstasten
- Intel[®] Atom[™] Technologie
- · Geringe Einbautiefe
- Lüfterloser Betrieb
- Erweiterbar durch Interface Board

3.1.5.2.2 Bestelldaten

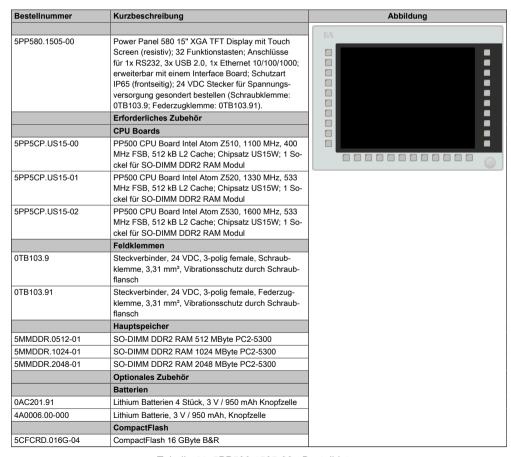


Tabelle 41: 5PP580.1505-00 - Bestelldaten

Bestellnummer	Kurzbeschreibung
5CFCRD.0512-04	CompactFlash 512 MByte B&R
5CFCRD.1024-04	CompactFlash 1 GByte B&R
5CFCRD.2048-04	CompactFlash 2 GByte B&R
5CFCRD.4096-04	CompactFlash 4 GByte B&R
5CFCRD.8192-04	CompactFlash 8 GByte B&R
	Interface Boards
5PP5IF.CETH-00	PP500 Interface Board; Anschluss für 1x Ethernet
	10/100/1000
5PP5IF.CHDA-00	PP500 Interface Board; Anschluss für 1x MIC, 1x Line
	IN, 1x Line OUT
5PP5IF.FPLM-00	PP500 Interface Board; Anschlüsse für 2x POWER-
	LINK
	USB Zubehör
5MMUSB.2048-01	USB 2.0 Memory Stick 2048 MByte B&R

Tabelle 41: 5PP580.1505-00 - Bestelldaten

3.1.5.2.3 Technische Daten

Produktbezeichnung	5PP580.1505-00
Allgemeines	
B&R ID-Code	\$B607
Kühlung	Lüfterlos
LEDs	Power, CF, Link, Run
Power Taster	Ja
Reset Taster	Ja
Summer	Ja
Batterie	
Тур	Renata 950 mAh
Art	Lithium Ionen
Lebensdauer	TBD
tauschbar	Ja, von außen zugänglich
Zertifizierungen	
CE	in Vorbereitung
Controller	
Bootloader	BIOS
Mode/Node Schalter	2 Stück je 16-stellig (rückseitig)
Watchdog	MTCX
Power Fail Logik	
Controller	MTCX ¹⁾
Pufferzeit	10 ms
Grafik	
Controller	Intel® Graphics Media Accelerator 500
Speicher	
Тур	DDR2 SDRAM
Größe	max. 2 GByte
Schnittstellen	
COM1	
Тур	RS232, modemfähig, nicht galvanisch getrennt
Ausführung	9-poliger DSUB Stecker
UART	16550 kompatibel, 16 Byte FIFO
max. Baudrate	115 kBit/s

Tabelle 42: 5PP580.1505-00 - Technische Daten

Produktbezeichnung	5PP580.1505-00
CompactFlash Slot 1	
Тур	Тур І
USB	
Тур	USB 2.0
Anzahl	3
Ausführung	Тур А
Übertragungsrate	Low Speed (1,5 MBit/s), Full Speed (12 MBit/s) bis High Speed (480 MBit/s)
Strombelastbarkeit	je Anschluss max. 1 A
Ethernet	
Anzahl	1
Controller	Intel 82574
Ausführung	geschirmter RJ45 Port
Übertragungsrate	10/100/1000 MBit/s
Display	
Тур	TFT Farbe
Diagonale	15" (381 mm)
Farben	16 Mio.
Auflösung	XGA, 1024 x 768 Bildpunkte
Kontrast	700:1
Blickwinkel	
horizontal	Richtung R / Richtung L = 80°
vertikal	Richtung U = 80° / Richtung D = 60°
Hintergrundbeleuchtung	
Helligkeit	350 cd/m²
Half Brightness Time ²⁾	50.000 h
Touch Screen ³⁾	
Тур	AMT
Technologie	analog, resistiv
Controller	B&R, seriell, 12 Bit
Transmissionsgrad	81% ±3%
Tasten	
Funktionstasten	32 mit LED (gelb)
Systemtasten	Nein
Lebensdauer	> 1.000.000 Betätigungen bei 1 ±0,3 N bis 3 ±0,3 N Betätigungskraft
Lichtstärke der LED	
gelb	typ. 38 mcd
Einschübe	
Interface Board	Ja
I/O Board	Nein
Elektrische Eigenschaften	
Nennspannung	24 VDC ±25%
Nennstrom	TBD ⁴⁾
Einschaltstrom	typ. 3 A, max. 50 A für <300 μs
Leistungsaufnahme	komponentenabhängig ⁵⁾
Galvanische Trennung	Ja
Einsatzbedingungen	
Schutzart nach EN 60529	IP20 rückseitig (nur mit gesteckter CF-Karte, gesteck-
	tem IF Board oder mit einer optionalen IF Abdeckung)
	IP65 / NEMA 250 Typ 4X, staub- und strahlwassergeschützt frontseitig

Tabelle 42: 5PP580.1505-00 - Technische Daten

Produktbezeichnung	5PP580.1505-00
Umgebungsbedingungen	
Temperatur	
Betrieb	TBD
Lagerung	TBD
Transport	TBD
Luftfeuchtigkeit	
Betrieb	TBD
Lagerung	TBD
Transport	TBD
Vibration	
Betrieb (dauerhaft)	2 bis 9 Hz: 1,75 mm Amplitude / 9 bis 200 Hz: 0,5 g
Betrieb (gelegentlich)	2 bis 9 Hz: 3,5 mm Amplitude / 9 bis 200 Hz: 1 g
Lagerung	2 bis 8 Hz: 7,5 mm Amplitude / 8 bis 200 Hz: 2 g / 200 bis 500 Hz: 4 g
Transport	2 bis 8 Hz: 7,5 mm Amplitude / 8 bis 200 Hz: 2 g / 200 bis 500 Hz: 4 g
Schock	
Betrieb	15 g, 11 ms
Lagerung	30 g, 15 ms
Transport	30 g, 15 ms
Meereshöhe	
Betrieb	max. 3000 m (komponentenabhängig) ⁶⁾
Mechanische Eigenschaften	
Gehäuse	
Material	Aluminium lackiert
Front ⁷⁾	
Trägerrahmen	Aluminium, natur eloxiert
Dekorfolie	
Material	Polyester
Farbe heller Hintergrund	RAL 9006
Farbe dunkler Rand ums Display	RAL 7024
Dichtung	umlaufende Rundschnurdichtung
Abmessungen	
Breite	435 mm
Höhe	330 mm
Tiefe	62,7 mm
Gewicht	TBD

Tabelle 42: 5PP580.1505-00 - Technische Daten

- 1) Maintenance Controller Extended.
- 2) Bei 25°C Umgebungstemperatur. Eine Verringerung der Helligkeit um 50% kann eine ca. 50%ige Erhöhung der Half Brightness Time bewirken.
- 3) Touch Screen Treiber stehen für freigegebene Betriebssysteme im Downloadbereich der B&R Homepage (www.br-automation.com) zum Download bereit.
- 4) Der angegebene Wert ist für eine nominale Nennspannung von 24 VDC gültig.
- 5) Der angegebene Wert ist für eine Systemeinheit mit CPU Board, ohne Interface Board, gültig.
- 6) Herabsenkung (Derating) der maximalen Umgebungstemperatur typisch 1°C pro 1000 Meter ab 500 Meter NN.
- 7) Prozess- bzw. chargenbedingt sind optische Abweichungen in der Farbe und Oberflächenbeschaffenheit möglich.

3.1.5.2.4 Abmessungen

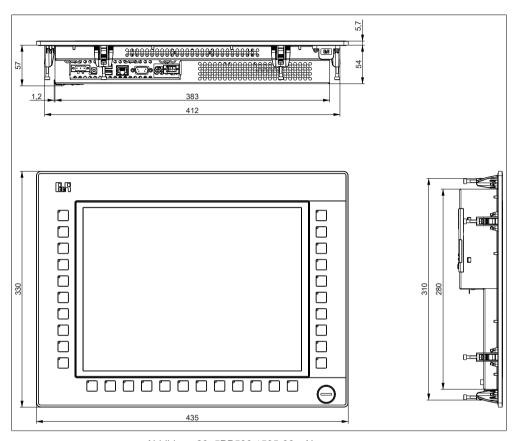


Abbildung 29: 5PP580.1505-00 - Abmessungen

3.1.5.2.5 Wanddurchbruch

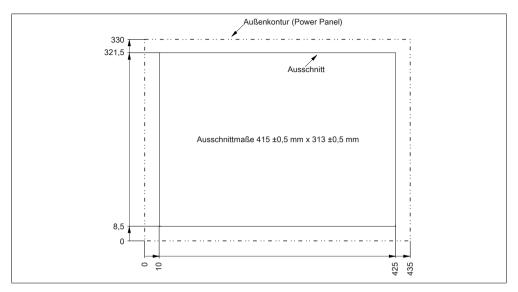


Abbildung 30: 5PP580.1505-00 - Wanddurchbruch

3.1.5.3 5PP581.1505-00

3.1.5.3.1 Allgemeines

- 15" TFT XGA color Display
- Analoger resistiver Touch Screen sowie Funktions- und Systemtasten
- Intel® Atom™ Technologie
- Geringe Einbautiefe
- · Lüfterloser Betrieb
- · Erweiterbar durch Interface Board

3.1.5.3.2 Bestelldaten

Bestellnummer	Kurzbeschreibung	Abbildung
5PP581.1505-00	Power Panel 581 15" XGA TFT Display mit Touch Screen (resistiv); 32 Funktions- und 92 Systemtasten; Anschlüsse für 1x RS232, 3x USB 2.0, 1x Ethernet 10/100/1000; erweiterbar mit einem Interface Board; Schutzart IP65 (frontseitig); 24 VDC Stecker für Span- nungsversorgung gesondert bestellen (Schraubklem- me: 0TB103.9; Federzugklemme: 0TB103.91).	E.S
	Erforderliches Zubehör	
	CPU Boards	
5PP5CP.US15-00	PP500 CPU Board Intel Atom Z510, 1100 MHz, 400 MHz FSB, 512 kB L2 Cache; Chipsatz US15W; 1 So- ckel für SO-DIMM DDR2 RAM Modul	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
5PP5CP.US15-01	PP500 CPU Board Intel Atom Z520, 1330 MHz, 533 MHz FSB, 512 kB L2 Cache; Chipsatz US15W; 1 So- ckel für SO-DIMM DDR2 RAM Modul	TREVENUE TO SEE
5PP5CP.US15-02	PP500 CPU Board Intel Atom Z530, 1600 MHz, 533 MHz FSB, 512 kB L2 Cache; Chipsatz US15W; 1 So- ckel für SO-DIMM DDR2 RAM Modul	
	Feldklemmen	
0TB103.9	Steckverbinder, 24 VDC, 3-polig female, Schraub- klemme, 3,31 mm², Vibrationsschutz durch Schraub- flansch	
0TB103.91	Steckverbinder, 24 VDC, 3-polig female, Federzug- klemme, 3,31 mm², Vibrationsschutz durch Schraub- flansch	
	Hauptspeicher	
5MMDDR.0512-01	SO-DIMM DDR2 RAM 512 MByte PC2-5300	
5MMDDR.1024-01	SO-DIMM DDR2 RAM 1024 MByte PC2-5300	
5MMDDR.2048-01	SO-DIMM DDR2 RAM 2048 MByte PC2-5300	
	Optionales Zubehör	
	Batterien	
0AC201.91	Lithium Batterien 4 Stück, 3 V / 950 mAh Knopfzelle	
4A0006.00-000	Lithium Batterie, 3 V / 950 mAh, Knopfzelle	
	CompactFlash	
5CFCRD.016G-04	CompactFlash 16 GByte B&R	

Tabelle 43: 5PP581.1505-00 - Bestelldaten

Bestellnummer	Kurzbeschreibung
5CFCRD.0512-04	CompactFlash 512 MByte B&R
5CFCRD.1024-04	CompactFlash 1 GByte B&R
5CFCRD.2048-04	CompactFlash 2 GByte B&R
5CFCRD.4096-04	CompactFlash 4 GByte B&R
5CFCRD.8192-04	CompactFlash 8 GByte B&R
	Interface Boards
5PP5IF.CETH-00	PP500 Interface Board; Anschluss für 1x Ethernet
	10/100/1000
5PP5IF.CHDA-00	PP500 Interface Board; Anschluss für 1x MIC, 1x Line
	IN, 1x Line OUT
5PP5IF.FPLM-00	PP500 Interface Board; Anschlüsse für 2x POWER-
	LINK
	USB Zubehör
5MMUSB.2048-01	USB 2.0 Memory Stick 2048 MByte B&R

Tabelle 43: 5PP581.1505-00 - Bestelldaten

3.1.5.3.3 Technische Daten

Produktbezeichnung	5PP581.1505-00	
Allgemeines		
B&R ID-Code	\$B60A	
Kühlung	Lüfterlos	
LEDs	Power, CF, Link, Run	
Power Taster	Ja	
Reset Taster	Ja	
Summer	Ja	
Batterie		
Тур	Renata 950 mAh	
Art	Lithium Ionen	
Lebensdauer	TBD	
tauschbar	Ja, von außen zugänglich	
Zertifizierungen		
CE	in Vorbereitung	
Controller		
Bootloader	BIOS	
Mode/Node Schalter	2 Stück je 16-stellig (rückseitig)	
Watchdog	MTCX	
Power Fail Logik		
Controller	MTCX¹)	
Pufferzeit	10 ms	
Grafik		
Controller	Intel® Graphics Media Accelerator 500	
Speicher		
Тур	DDR2 SDRAM	
Größe	max. 2 GByte	
Schnittstellen		
COM1		
Тур	RS232, modemfähig, nicht galvanisch getrennt	
Ausführung	9-poliger DSUB Stecker	
UART	16550 kompatibel, 16 Byte FIFO	
max. Baudrate	115 kBit/s	

Tabelle 44: 5PP581.1505-00 - Technische Daten

Produktbezeichnung	5PP581.1505-00
CompactFlash Slot 1	
Тур	Тур І
USB	
Тур	USB 2.0
Anzahl	3
Ausführung	Тур А
Übertragungsrate	Low Speed (1,5 MBit/s), Full Speed (12 MBit/s) bis High Speed (480 MBit/s)
Strombelastbarkeit	je Anschluss max. 1 A
Ethernet	
Anzahl	1
Controller	Intel 82574
Ausführung	geschirmter RJ45 Port
Übertragungsrate	10/100/1000 MBit/s
Display	
Тур	TFT Farbe
Diagonale	15" (381 mm)
Farben	16 Mio.
Auflösung	XGA, 1024 x 768 Bildpunkte
Kontrast	700:1
Blickwinkel	
horizontal	Richtung R / Richtung L = 80°
vertikal	Richtung U = 80° / Richtung D = 60°
Hintergrundbeleuchtung	
Helligkeit	350 cd/m²
Half Brightness Time2)	50.000 h
Touch Screen ³⁾	
Тур	AMT
Technologie	analog, resistiv
Controller	B&R, seriell, 12 Bit
Transmissionsgrad	81% ±3%
Tasten	
Funktionstasten	32 mit LED (gelb)
Systemtasten	Alphanumerische Tasten, Numerische Tasten, Cursor Block
Lebensdauer	> 1.000.000 Betätigungen bei 1 ±0,3 N bis 3 ±0,3 N Betätigungskraft
Lichtstärke der LED	
gelb	typ. 38 mcd
Einschübe	
Interface Board	Ja
I/O Board	Nein
Elektrische Eigenschaften	
Nennspannung	24 VDC ±25%
Nennstrom	TBD ⁴⁾
Einschaltstrom	typ. 3 A, max. 50 A für <300 µs
Leistungsaufnahme	komponentenabhängig ⁵⁾
Galvanische Trennung	Ja
Einsatzbedingungen	
Schutzart nach EN 60529	IP20 rückseitig (nur mit gesteckter CF-Karte, gesteck-
	tem IF Board oder mit einer optionalen IF Abdeckung)
	IP65 / NEMA 250 Typ 4X, staub- und strahlwassergeschützt frontseitig

Tabelle 44: 5PP581.1505-00 - Technische Daten

Technische Daten • Einzelkomponenten

Produktbezeichnung	5PP581.1505-00
Umgebungsbedingungen	
Temperatur	
Betrieb	TBD
Lagerung	TBD
Transport	TBD
Luftfeuchtigkeit	
Betrieb	TBD
Lagerung	TBD
Transport	TBD
Vibration	
Betrieb (dauerhaft)	2 bis 9 Hz: 1,75 mm Amplitude / 9 bis 200 Hz: 0,5 g
Betrieb (gelegentlich)	2 bis 9 Hz: 3,5 mm Amplitude / 9 bis 200 Hz: 1 g
Lagerung	2 bis 8 Hz: 7,5 mm Amplitude / 8 bis 200 Hz: 2 g / 200 bis 500 Hz: 4 g
Transport	2 bis 8 Hz: 7,5 mm Amplitude / 8 bis 200 Hz: 2 g / 200 bis 500 Hz: 4 g
Schock	
Betrieb	15 g, 11 ms
Lagerung	30 g, 15 ms
Transport	30 g, 15 ms
Meereshöhe	
Betrieb	max. 3000 m (komponentenabhängig) ⁶⁾
Mechanische Eigenschaften	
Gehäuse	
Material	Aluminium lackiert
Front ⁷⁾	
Trägerrahmen	Aluminium, natur eloxiert
Dekorfolie	
Material	Polyester
Farbe heller Hintergrund	RAL 9006
Farbe dunkler Rand ums Display	RAL 7024
Dichtung	umlaufende Rundschnurdichtung
Abmessungen	
Breite	435 mm
Höhe	430 mm
Tiefe	62,7 mm
Gewicht	5800 g

Tabelle 44: 5PP581.1505-00 - Technische Daten

- 1) Maintenance Controller Extended.
- 2) Bei 25°C Umgebungstemperatur. Eine Verringerung der Helligkeit um 50% kann eine ca. 50%ige Erhöhung der Half Brightness Time bewirken.
- 3) Touch Screen Treiber stehen für freigegebene Betriebssysteme im Downloadbereich der B&R Homepage (www.br-automation.com) zum Download bereit.
- 4) Der angegebene Wert ist für eine nominale Nennspannung von 24 VDC gültig.
- 5) Der angegebene Wert ist für eine Systemeinheit mit CPU Board, ohne Interface Board, gültig.
- 6) Herabsenkung (Derating) der maximalen Umgebungstemperatur typisch 1°C pro 1000 Meter ab 500 Meter NN.
- 7) Prozess- bzw. chargenbedingt sind optische Abweichungen in der Farbe und Oberflächenbeschaffenheit möglich.

3.1.5.3.4 Abmessungen

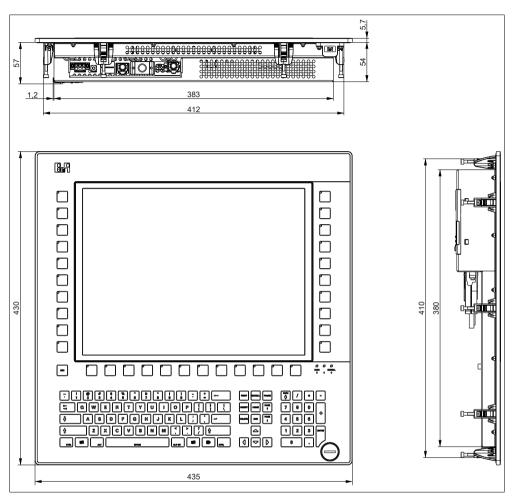


Abbildung 31: 5PP581.1505-00 - Abmessungen

3.1.5.3.5 Wanddurchbruch

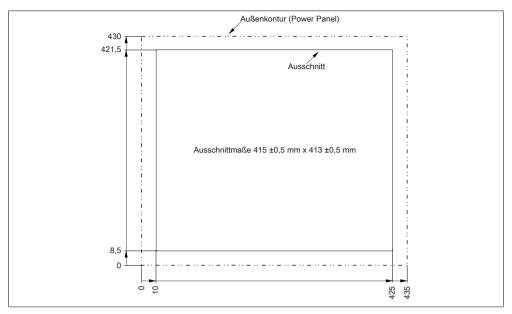


Abbildung 32: 5PP581.1505-00 - Wanddurchbruch

3.2 CPU Boards US15W

3.2.1 Allgemeines

Die PP500 CPU Boards basieren auf dem Intel® US15W Chipsatz und verfügen über einen DDR2 Speichersockel für maximal 2 GByte. Desweiteren ist der Intel® GMA 500 mit 128 MByte Speicher integriert.

- Insyde BIOS
- Intel[®] US15W Chipsatz
- 1x DDR2 Speichersockel
- Intel[®] GMA 500
- · Gigabit Ethernet
- Intel[®] Atom[™] Technologie

3.2.2 Bestelldaten

Bestellnummer	Kurzbeschreibung	Abbildung
	CPU Boards	
5PP5CP.US15-00	PP500 CPU Board Intel Atom Z510, 1100 MHz, 400	
	MHz FSB, 512 kB L2 Cache; Chipsatz US15W; 1 So-	
	ckel für SO-DIMM DDR2 RAM Modul	
5PP5CP.US15-01	PP500 CPU Board Intel Atom Z520, 1330 MHz, 533	
	MHz FSB, 512 kB L2 Cache; Chipsatz US15W; 1 So-	
	ckel für SO-DIMM DDR2 RAM Modul	
5PP5CP.US15-02	PP500 CPU Board Intel Atom Z530, 1600 MHz, 533	
	MHz FSB, 512 kB L2 Cache; Chipsatz US15W; 1 So-	
	ckel für SO-DIMM DDR2 RAM Modul	
	Erforderliches Zubehör	
	Hauptspeicher	
5MMDDR.0512-01	SO-DIMM DDR2 RAM 512 MByte PC2-5300	incol.
5MMDDR.1024-01	SO-DIMM DDR2 RAM 1024 MByte PC2-5300	
5MMDDR.2048-01	SO-DIMM DDR2 RAM 2048 MByte PC2-5300	

Tabelle 45: 5PP5CP.US15-00, 5PP5CP.US15-01, 5PP5CP.US15-02 - Bestelldaten

3.2.3 Technische Daten

Produktbezeichnung	5PP5CP.US15-00	5PP5CP.US15-01	5PP5CP.US15-02	
Controller				
Bootloader		BIOS Insyde		
Prozessor				
Тур	Intel® Atom™ Z510	Intel® Atom™ Z520	Intel® Atom™ Z530	
Taktfrequenz	1100 MHz	1330 MHz	1600 MHz	
Architektur		45 nm	•	
L1 Cache		32 kByte		
L2 Cache		512 kByte		
Externer Bus	400 MHz	533	MHz	
Intel 64 Architecture		Nein		
Erweiterter Befehlssatz	Intel® Virtualizatio	Intel® Virtualization Technology, Enhanced SpeedStep Technology SSE, SSE2, SSE3		
Chipsatz		Intel® US15W		
Echtzeituhr				
Genauigkeit		TBD		
batteriegepuffert		Ja		
Speichersockel				
Тур		DDR2		
Größe		max. 2 GByte		
Grafik				
Controller	Inte	Intel® Graphics Media Accelerator 500		
Speicher		bis zu 256 MByte¹)		
Farbtiefe		max. 32 Bit		
Auflösung				
GE1 = LVDS ²⁾	abhäng	abhängig von der verwendeten Systemeinheit		
Power Management		ACPI 3.0		

Tabelle 46: 5PP5CP.US15-00, 5PP5CP.US15-01, 5PP5CP.US15-02 - Technische Daten

Wird im Hauptspeicher allokiert.
 GE = Graphic Engine

3.3 Hauptspeicher

3.3.1 Allgemeines

Die CPU Boards bieten Platz für ein Hauptspeichermodul.

3.3.2 Bestelldaten

Bestellnummer	Kurzbeschreibung	Abbildung
	Hauptspeicher	
5MMDDR.0512-01	SO-DIMM DDR2 RAM 512 MByte PC2-5300	TABLE ARE THE TOTAL TOTA
5MMDDR.1024-01	SO-DIMM DDR2 RAM 1024 MByte PC2-5300	
5MMDDR.2048-01	SO-DIMM DDR2 RAM 2048 MByte PC2-5300	Will see the second sec

Kapitel 2 Technische Daten

Tabelle 47: 5MMDDR.0512-01, 5MMDDR.1024-01, 5MMDDR.2048-01 - Bestelldaten

3.3.3 Technische Daten

Produktbezeichnung	5MMDDR.0512-01	5MMDDR.1024-01	5MMDDR.2048-01	
Allgemeines				
Тур		SO-DIMM DDR2 SDRAM		
Speichergröße	512 MByte	1 GByte	2 GByte	
Bauart		200 Pin		
Organisation	64M x 64 Bit	128M x 64 Bit	256M x 64 Bit	
Geschwindigkeit		DDR2-667 (PC2-5300)		
Zertifizierungen			-	
CE		Ja		

Tabelle 48: 5MMDDR.0512-01, 5MMDDR.1024-01, 5MMDDR.2048-01 - Technische Daten

Information:

Ein Hauptspeichertausch kann NUR im Werk B&R durchgeführt werden.

3.4 Interface Boards

Information:

Interface Boards können NUR im Werk B&R eingebaut und getauscht werden.

3.4.1 5PP5IF.CETH-00

3.4.1.1 Allgemeines

Das PP500 Interface Board 5PP5IF.CETH-00 verfügt über einen 10/100/1000 MBit/s Netzwerkanschluss und kann als ergänzende Netzwerkschnittstelle in einem Power Panel 500 gesteckt und betrieben werden.

- 1 Netzwerkanschluss (10/100/1000 MBit/s)
- einbaukompatibel in PP500

3.4.1.2 Bestelldaten

Bestellnummer	Kurzbeschreibung	Abbildung
	Interface Boards	
5PP5IF.CETH-00	PP500 Interface Board; Anschluss für 1x Ethernet 10/100/1000	

Tabelle 49: 5PP5IF.CETH-00 - Bestelldaten

3.4.1.3 Technische Daten

Produktbezeichnung	5PP5IF.CETH-00
Allgemeines	
Zertifizierungen	
CE	in Vorbereitung
Schnittstellen	
Ethernet	
Anzahl	1
Controller	Intel 82574
Ausführung	geschirmter RJ45 Port
Leitungslänge	max. 100 m (min. Cat5e)
Übertragungsrate	10/100/1000 MBit/s
Elektrische Eigenschaften	
Leistungsaufnahme	TBD

Tabelle 50: 5PP5IF.CETH-00 - Technische Daten

3.4.1.3.1 Ethernet (ETH)

		Ethernet Anschl	uss
Controller	Intel	82574	
Verkabelung	S/STP	(Cat5e)	
Übertragungsgeschwin- digkeit	10/100/10	00 MBit/s ¹⁾	1
Kabellänge	max. 100 m	(min. Cat5e)	
Speed LED	Ein	Aus	
grün	100 MBit/s	10 MBit/s ²⁾	
orange	1000 MBit/s	-	
Link LED	Ein	Aus	Link LED Speed LED
orange	Link (Eine Verbin- dung zu einem Ethernet Netzwerk ist vorhanden)	Activity (blinkt) (Daten werden übertragen)	

Tabelle 51: 5PP5IF.CETH-00 - Ethernet Anschluss

- 1) Umschaltung erfolgt automatisch.
- 2) Die 10 MBit/s Übertragungsgeschwindigkeit / Verbindung ist nur vorhanden, wenn zeitgleich die IF-Slot Link LED aktiv ist.

Zum Betrieb des Intel Ethernet-Controllers 82574 ist ein spezieller Treiber notwendig. Es stehen für die freigegebenen Betriebssysteme im Downloadbereich der B&R Homepage (www.br-automation.com) Treiber zum Download bereit.

Information:

Benötigte Treiber sind nur von der B&R Homepage, nicht aber von den Herstellerseiten, herunterzuladen.

3.4.2 5PP5IF.CHDA-00

3.4.2.1 Allgemeines

Das PP500 Interface Board 5PP5IF.CHDA-00 verfügt über einen HDA Soundchip bei dem die Kanäle MIC, Line IN und Line OUT von außen zugänglich sind.

- 1x MIC
- 1x Line IN
- 1x Line OUT
- einbaukompatibel in PP500

3.4.2.2 Bestelldaten

Bestellnummer	Kurzbeschreibung	Abbildung
	Interface Boards	
5PP5IF.CHDA-00	PP500 Interface Board; Anschluss für 1x MIC, 1x Line	
	IN, 1x Line OUT	9600

Tabelle 52: 5PP5IF.CHDA-00 - Bestelldaten

3.4.2.3 Technische Daten

Produktbezeichnung	5PP5IF.CHDA-00
Allgemeines	
Zertifizierungen	
CE	in Vorbereitung
Schnittstellen	
Audio	
Тур	HDA Sound
Controller	Realtek ALC 662
Eingänge	Mikrofon, Line In
Ausgänge	Line Out
Elektrische Eigenschaften	
Leistungsaufnahme	TBD

Tabelle 53: 5PP5IF.CHDA-00 - Technische Daten

3.4.2.3.1 MIC, Line IN, Line OUT

MIC, Line IN, Line OUT			
Controller	Realtek ALC 662	3,5 mm Klinkenanschluss, female	
MIC	Anschluss eines Mono Mikro- fon über 3,5 mm Klinkenstecker.		
Line IN	Einspeisung eines Stereo Line In Signals über 3,5 mm Klinkenstecker.		
Line OUT	Anschluss eines Stereo Wiederga- begerätes (z.B. Verstärker) über einen 3,5 mm Klinkenstecker.		

Tabelle 54: MIC, Line IN, Line OUT

Für den Betrieb des Audio Controllers ist ein spezieller Treiber notwendig. Es stehen für die freigegebenen Betriebssysteme im Downloadbereich der B&R Homepage (www.br-automation.com) Treiber zum Download bereit.

Information:

Benötigte Treiber sind nur von der B&R Homepage, nicht aber von den Herstellerseiten, herunterzuladen.

3.4.3 5PP5IF.FPLM-00

3.4.3.1 Allgemeines

Das PP500 Interface Board 5PP5IF.FPLM-00 verfügt über zwei POWERLINK-Anschlüsse und 512 kByte SRAM.

- 2x POWERLINK- Anschlüsse
- 512 kByte SRAM
- einbaukompatibel in PP500

3.4.3.2 Bestelldaten

Bestellnummer	Kurzbeschreibung	Abbildung
	Interface Boards	
5PP5IF.FPLM-00	PP500 Interface Board; Anschlüsse für 2x POWER- LINK	

Tabelle 55: 5PP5IF.FPLM-00 - Bestelldaten

3.4.3.3 Technische Daten

Produktbezeichnung 5PP5IF.FPLM-00		
Allgemeines		
Zertifizierungen		
CE	in Vorbereitung	
Controller		
SRAM		
Größe	512 kByte	
Schnittstellen		
POWERLINK		
Anzahl	2	
Ausführung	geschirmter RJ45 Port	
Elektrische Eigenschaften		
Leistungsaufnahme	TBD	

Tabelle 56: 5PP5IF.FPLM-00 - Technische Daten

3.4.3.3.1 POWERLINK

POWERLINK Interface Board 2 Anschlüsse				
Verkabelung	S/STP	(Cat5e)		
Kabellänge	max. 100 m	(min. Cat5e)	1	
Speed LED	Ein	Aus		
Grün / Rot	siehe Statu	s/Error LED		
Link LED	Ein	Aus		
Gelb	Link (Eine Verbin- dung zu einem POWERLINK Netz- werk ist vorhanden)	Activity (blinkt) (Daten werden übertragen)	Link LED	

Tabelle 57: POWERLINK Interface Board 2port Anschluss

3.4.3.3.2 Status / Error LED

Die Status/Error LED ist in den Farben grün und rot ausgeführt.

Farbe Rot - Error	Beschreibung	
Ein	Die POWERLINK Schnittstelle befindet sich in einem Fehlerzustand (Ausfall von Ethernet	
	Frames, Häufung von Kollisionen am Netzwerk, usw.).	

Tabelle 58: Status/Error LED als Error LED - Betriebsmodus POWERLINK

Farbe Grün - Status	Beschreibung		
Aus	Managing Node (MN)		
NOT_ACTIVE	Der Bus wird auf POWERLINK Frames überwacht. Wird in dem eingestellten Zeitfenster		
	(Timeout) kein entsprechender Frame empfangen, geht die Schnittstelle direkt in den Zustand		
	PRE_OPERATIONAL_1 über (Single Flash).		
	Wenn jedoch vor Ablauf der Zeit eine POWERLINK Kommunikation erkannt wird, geht die		
	Schnittstelle direkt in den Zustand BASIC_ETHERNET über (flackernd).		
	Controlled Node (CN)		
	Der Bus wird auf POWERLINK Frames überwacht. Wird in dem eingestellten Zeitfenster		
	(Timeout) kein entsprechender Frame empfangen, geht die Schnittstelle direkt in den Zustand BASIC_ETHERNET über (flackernd).		
	Wenn jedoch vor Ablauf der Zeit eine POWERLINK Kommunikation erkannt wird, geht die		
	Schnittstelle direkt in den Zustand PRE_OPERATIONAL_1 über (Single Flash).		
grün flackernd (ca. 10 Hz)	Die Schnittstelle befindet sich im Zustand BASIC_ETHERNET und wird als reine Ethernet		
BASIC_ETHERNET	TCP/IP Schnittstelle betrieben.		
	Managing Node (MN)		
	Dieser Zustand kann nur durch einen Reset der Schnittstelle verlassen werden.		
	Controlled Node (CN)		
	Wird während dieses Zustandes eine POWERLINK Kommunikation erkannt, geht die Schnitt-		
	stelle in den Zustand PRE_OPERATIONAL_1 über (Single Flash).		
Single Flash (ca. 1 Hz)	Die Schnittstelle befindet sich im Zustand PRE_OPERATIONAL_1.		
PRE_OPERATIONAL_1	Managing Node (MN)		
	Der MN startet den Betrieb des "reduced cycles". Am Bus dürfen Kollisionen auftreten. Es findet		
	noch keine zyklische Kommunikation statt.		
	Controlled Node (CN)		
	Der CN wartet auf den Empfang eines SoC Frames und wechselt dann in den Zustand		
	PRE_OPERATIONAL_2 (Double Flash).		

Tabelle 59: Status/Error LED als Status LED - Betriebsmodus POWERLINK

Technische Daten • Einzelkomponenten

Farbe Grün - Status	Beschreibung	
Double Flash (ca. 1 Hz) PRE_OPERATIONAL_2	Die Schnittstelle befindet sich im Zustand PRE_OPERATIONAL_2. Managing Node (MN) Der MN beginnt mit der zyklischen Kommunikation (zyklische Eingangsdaten werden noch nic ausgewertet). In diesem Zustand werden die CNs konfiguriert. Controlled Node (CN) In diesem Zustand wird die Schnittstelle üblicherweise vom Manager konfiguriert. Danach wird per Kommando in den Zustand PRE_OPERATIONAL_3 weitergeschaltet (Tripple Flash).	
Double Flash (ca. 1 Hz) PRE_OPERATIONAL_2	Die Schnittstelle befindet sich im Zustand READY_TO_OPERATE. Managing Node (MN) Normale zyklische und asynchrone Kommunikation. Die empfangenen PDO Daten werden ignoriert. Controlled Node (CN) Die Konfiguration der Schnittstelle ist abgeschlossen. Normale zyklische und asynchrone Kommunikation. Die gesendeten PDO Daten entsprechen dem PDO Mapping. Zyklische Daten werden jedoch noch nicht ausgewertet.	
Ein OPERATIONAL	Die Schnittstelle befindet sich im Zustand OPERATIONAL.	
Blinkend (ca. 2,5 Hz) STOPPED	Die Schnittstelle befindet sich im Zustand STOPPED. Managing Node (MN) Dieser Zustand ist im MN nicht möglich. Controlled Node (CN) Output Daten werden nicht ausgegeben und es werden keine Input Daten geliefert. Dieser Zustand kann nur durch ein entsprechendes Kommando vom Manager erreicht und wieder verlassen werden.	

Tabelle 59: Status/Error LED als Status LED - Betriebsmodus POWERLINK

Kapitel 3 • Inbetriebnahme

1 Montage

Die Power Panel 500 Geräte werden mit den am Gehäuse befindlichen Montageklammern bzw. Klemmblöcken (verschiedene Ausführungen möglich) vorzugsweise in Wanddurchbrüchen montiert.

1.1 Montage mit Halteklammern

Die Montage mit Klemmblöcken erfolgt bei PP500 Geräten mit einer Diagonale von 5,7" und 7".



Abbildung 33: Halteklammern

1.2 Montage mit Klemmblöcken

Die Montage mit Klemmblöcken erfolgt bei PP500 Geräten mit einer Diagonale von 10,4", 12" und 15".

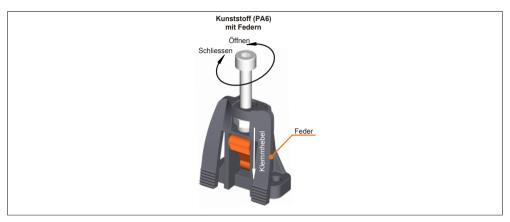


Abbildung 34: Klemmblock für das Power Panel 500

Die Klemmblöcke sind für eine maximale Stärke des zu klemmenden Materials von 10 mm ausgelegt, minimal beträgt die Materialstärke 2 mm.

Für das Anziehen bzw. Lösen der Schraube wird bei den Kunststoff Klemmböcken ein Innenschskantschlüssel (Gr. 3) und bei den Alu Druckguss Klemmblöcken ein Torx Schraubendreher (Gr. 20) oder ein großer Schlitzschraubendreher benötigt.

Das maximale Anzugsmoment eines Klemmblockes beträgt 0,5 Nm. Ein Power Panel 500 Gerät muss an einer planen Oberfläche montiert werden, Unebenheiten können beim Anziehen der Schrauben zu Beschädigungen des Displays führen.

1.3 Wichtige Informationen zur Montage

- Es müssen die klimatischen Umgebungsbedingungen beachtet werden.
- Das PP500 muss auf planer Oberfläche montiert werden.
- Das PP500 ist nur für den Betrieb in geschlossenen Räumen zugelassen.
- Das PP500 darf nicht direkter Sonnenbestrahlung ausgesetzt werden.
- Die Lüftungslöcher dürfen nicht verdeckt werden.
- Bei der Montage des Geräts sind unbedingt die zulässigen Einbaulagen zu beachten.
- Es ist darauf zu achten, dass die Wand oder das Schaltschrankblech das vierfache Gesamtgewicht des PP500 tragen kann.
- Beim Anschluss von Kabeln (DVI, SDL, USB, etc.) ist auf den Biegeradius zu achten.

2 Einbaulagen

Die nachfolgenden Zeichnungen zeigen die spezifizierten Einbaulagen der Power Panel 500 Geräte. Die Einbaulagen sind für sämtliche Power Panel 500 Varianten gültig.

2.1 Einbaulagen 0°

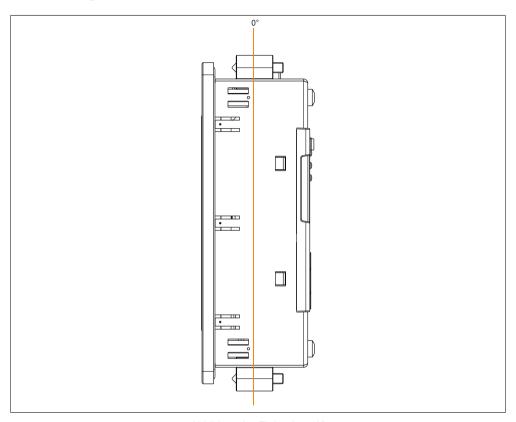


Abbildung 35: Einbaulage 0°

2.2 Einbaulagen 45°

Die maximale Umgebungstemperaturspezifikation bei einer Einbaulage von 45° muss um **5°C** herabgesetzt werden.

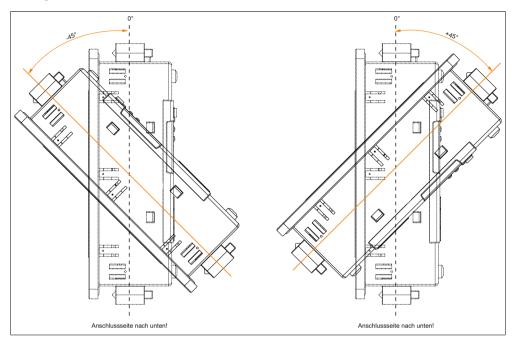


Abbildung 36: Einbaulagen -45° und +45°

2.3 Einbaulagen 90°

Die maximale Umgebungstemperaturspezifikation bei einer Einbaulage von 90° (horizontal) muss um **10°C herabgesetzt** werden.

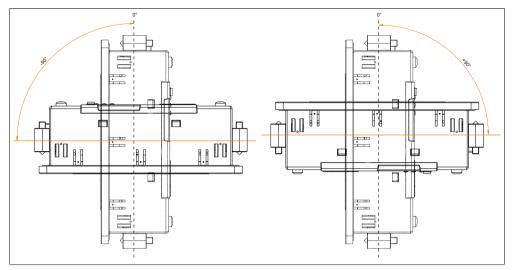


Abbildung 37: Einbaulagen -90° und +90°

3 Touchkalibrierung

Die B&R Touch Screen Geräte sind mit einem B&R Touch Controller, welcher eine Hardware Kalibrierung unterstützt, ausgestattet. D.h. diese Geräte sind bereits ab Werk vorkalibriert (pre calibration). Diese Eigenschaft bringt gerade im Ersatzteilfall große Vorteile, da bei einem Gerätetausch (identes Modell / Typ) in der Regel eine neuerliche Kalibrierung nicht mehr erforderlich ist. Um beste Resultate zu erzielen und den Touch Screen an die Bedürfnisse des Benutzers wieder anzupassen, empfehlen wir dennoch diesen zu kalibrieren.

3.1 Windows XP Professional

Nach der Installation von Windows XP Professional auf dem Gerät muss für den Betrieb des Touch Screens der Touch Screen Treiber nachinstalliert werden. Es steht dazu im Downloadbereich der B&R Homepage (www.br-automation.com) der passende Treiber zum Downloadbereit.

3.2 Windows Embedded Standard 2009

Nach dem ersten Start (First Boot Agent) von Windows Embedded Standard 2009 auf dem Gerät muss für den Betrieb des Touch Screens der Touch Screen Treiber nachinstalliert werden. Es steht dazu im Downloadbereich der B&R Homepage (www.br-automation.com) der passende Treiber zum Download bereit.

3.3 Windows 7

Nach der Installation von Windows 7 auf dem Gerät muss für den Betrieb des Touch Screens der Touch Screen Treiber nachinstalliert werden. Es steht dazu im Downloadbereich der B&R Homepage (www.br-automation.com) der passende Treiber zum Download bereit.

3.4 Windows Embedded Standard 7

Wird während des Windows Embedded Standard 7 Setup ein Touchcontroller erkannt, wird der Touchtreiber automatisch installiert.

Wurde beim Windows Embedded Standard 7 Setup kein Touchcontroller erkannt oder ein Automation Panel 800/900 nachträglich angeschlossen, so muss der Touchtreiber manuell nachinstalliert werden. Es steht dazu im Downloadbereich der B&R Homepage (www.br-automation.com) der passende Treiber zum Download bereit.

3.5 Automation Runtime / Visual Components

Der Touch Screen muss bei Erstinbetriebnahme einmalig in der Kundenapplikation für das vorliegende Gerät und Projekt kalibriert werden.

4 Anwendertipps zur Erhöhung der Displaylebensdauer

4.1 Backlight

Die Lebensdauer des Backlight wird in "Half Brightness Time" angegeben. Eine Betriebszeit von 50.000 Stunden würde bedeuten, dass nach dieser Zeit die Displayhelligkeit immer noch 50% beträgt.

4.1.1 Wie kann die Lebenszeit von Backlights verlängert werden?

- Die Displayhelligkeit auf den geringsten, für die Augen angenehmen Wert einstellen
- Verwendung von dunklen Bildern
- Eine Verringerung der Helligkeit um 50% kann ca. eine 50%ige Erhöhung der Half Brightness Time bewirken.

4.2 Image Sticking

Als Image Sticking wird das "Einbrennen" eines Bildes nach längerer Anzeige eines statischen Bildes auf einem Display bezeichnet. Es tritt jedoch nicht nur bei statischen Bildern auf. Image Sticking wird in technischer Literatur auch als burn-in effect, image retention, memory effect, memory sticking oder ghost image bezeichnet.

Es werden 2 verschiedene Arten unterschieden:

- Fläche (Area type): man kann diese Art bei einem dunkelgrauen Bild erkennen. Der Effekt verschwindet, wenn das Display eine längere Zeit ausgeschaltet wird.
- · Linie (Line type): kann zu einem bleibenden Schaden führen.

4.2.1 Wodurch wird Image Sticking verursacht?

- Statische Bilder
- Kein Bildschirmschoner
- Scharfe Kontrastübergänge (z.B. schwarz / weiß)
- Hohe Umgebungstemperaturen
- Betrieb außerhalb der Spezifikation

4.2.2 Wie kann Image Sticking reduziert werden?

- Laufendes wechseln zwischen statischen und dynamischen Bildern
- Verhindern von zu großen Helligkeitsunterschieden zwischen Vorder- und Hintergrunddarstellung
- Verwendung von Farben mit ähnlicher Helligkeit
- Verwendung von Komplementärfarben bei den Folgebildern

· Verwendung von Bildschirmschonern

5 Pixelfehler

Information:

Displays können auf Grund des Fertigungsprozesses fehlerhafte Bildpunkte (Pixelfehler) enthalten. Diese stellen keinen Anspruch auf Reklamation oder Gewährleistung dar.

Kapitel 4 • Software

1 BIOS Optionen

Information:

Die nachfolgenden Abbildungen bzw. BIOS Menüpunkte einschließlich Beschreibungen beziehen sich auf die BIOS Version N0.15. Es kann daher vorkommen, dass diese Abbildungen bzw. BIOS Beschreibungen nicht mit der installierten BIOS Version übereinstimmen.

1.1 Allgemeines

BIOS ist die Abkürzung für "Basic Input and Output System". Es ist die grundlegende standardisierte Verbindung zwischen Anwender und System (Hardware). Bei diesem B&R Industrie PC wird das BIOS von Insyde verwendet.

Das BIOS Setup Utility ermöglicht die Modifizierung grundlegender Einstellungen der Systemkonfiguration. Diese Einstellungen werden im CMOS und im EEPROM (als Backup) gespeichert.

Die CMOS Daten werden durch eine Batterie - sofern vorhanden - gepuffert und bleiben auch im spannungslosen Zustand (keine 24 VDC Versorgung) des B&R Industrie PCs erhalten.

1.2 BIOS Setup und Startvorgang

Sofort nach dem Einschalten der Spannungsversorgung des B&R Industrie PCs bzw. Drücken des Power Buttons wird das BIOS aktiviert. Es wird überprüft, ob die Setupdaten aus dem EEPROM "OK" sind. Sind diese "OK", werden sie in das CMOS übertragen. Sind diese "nicht OK", werden die CMOS Daten auf Gültigkeit überprüft. Sind die CMOS Daten auch fehlerhaft, so wird eine Fehlermeldung ausgegeben und man kann mit der Taste <F1> den Bootvorgang problemlos fortsetzen. Damit die Fehlermeldung nicht bei jedem Neustart erscheint, ist mit der Taste <Entf> das BIOS Setup aufzurufen und neu zu speichern.

Das BIOS liest die Systemkonfigurationsinformation, überprüft das System und konfiguriert es durch den Power On Self Test (POST).

Nach Abschluss dieser "Vorbereitungen" durchsucht das BIOS die im System vorhandenen Datenspeicher (Festplatte, Diskettenlaufwerk, usw.) nach einem Betriebssystem. Das BIOS startet das Betriebssystem und übergibt diesem die Kontrolle über die Systemoperationen.

Um ins BIOS Setup zu gelangen, muss die <F2> Taste nach dem Initialisieren des USB Controllers gedrückt werden, sobald folgende Nachricht am Bildschirm erscheint (während POST): "Press F2 go to Setup Utility"

Information:

Der POST-Screen wird aufgrund von optimierten Bootvorgängen nur für den Bruchteil einer Sekunde angezeigt. Der Einstieg in das BIOS ist aber trotzdem möglich.

```
BIOS Build: 08/03/2011

Processor Type: Intel(R) Atom(TM) CPU Z520 @ 1.33GHz

System Memory Speed: 533 MHz

CPUID: 106C2

F2 is pressed. Go to Setup Utility.

Other Device 1: BR-SSD-C004G-01-0101
```

Abbildung 38: Bootscreen

1.2.1 BIOS Setup Tasten

Folgende Tasten sind während dem POST aktiviert:

Information:

Die Tastensignale der USB Tastatur werden erst nach dem Initialisieren des USB Controllers angenommen.

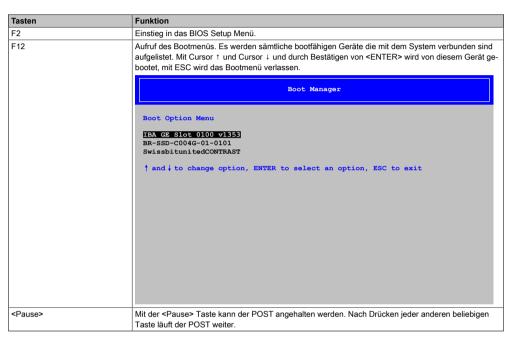


Tabelle 60: Biosrelevante Tasten beim POST

Folgende Tasten können nach dem Einstieg in das BIOS Setup verwendet werden:

Taste	Funktion
F1	Generelle Hilfe.
Cursor ↑	Zum vorigen Objekt.
Cursor ↓	Zum nächsten Objekt.
Cursor ←	Zum vorigen Menü.
Cursor →	Zum nächsten Menü.
F5/F6	BIOS Einstellungen ändern.
Enter	In das ausgewählte Menü wechseln.
F9	CMOS Default Werte für alle BIOS Einstellungen werden geladen und eingestellt.
F10	Speichern und schließen.
Esc	Untermenü verlassen.

Tabelle 61: Biosrelevante Tasten im BIOS Menü

1.3 Main

Unmittelbar nach dem Drücken der Taste <F2> beim Systemstart erscheint das Hauptmenü des BIOS Setups:

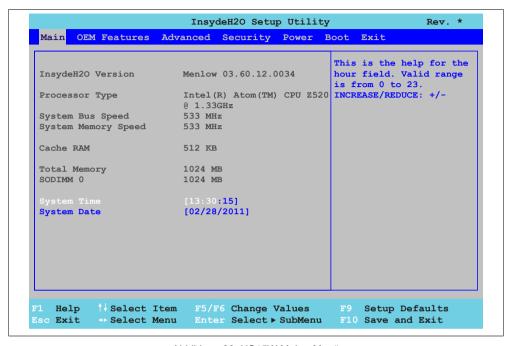


Abbildung 39: US15W Main - Menü

BIOS Einstellung	Bedeutung	Einstellmöglichkeiten	Wirkung
InsydeH2O Version	Anzeige der InsydeH2O BIOS Version.	keine	-
Processor Type	Anzeige des Prozessortyps.	keine	-
System Bus Speed	Anzeige der System Bus Geschwindigkeit.		
System Memory Speed	Anzeige der Arbeitsspeichergröße.	keine	-
Cache RAM	Anzeige des Cache RAM im System.	keine	-
Total Memory	Anzeige der gesamten Arbeitsspeichergröße.	keine	-
SODIMM 0	Anzeige der Arbeitsspeichergröße im SODIMM 0 Slot.	keine	-
System Time	Ist die aktuell eingestellte Systemzeit. Wird nach dem Ausschalten des Systems durch eine Batterie (CMOS-Batterie) gepuffert.	Veränderung der Systemzeit	Individuelle Einstellung der Systemzeit im Format Stunde:Minute:Sekunde (hh:mm:ss).
System Date	Ist das aktuell eingestellte Systemdatum. Wird nach dem Ausschalten des Sys- tems durch eine Batterie (CMOS-Batte- rie) gepuffert.	Veränderung vom Systemdatum	Individuelle Einstellung des Systemdatums im Format Monat:Tag:Jahr (mm:dd:yyyy).

Tabelle 62: US15W Main - Menü Einstellmöglichkeiten

1.4 OEM Features

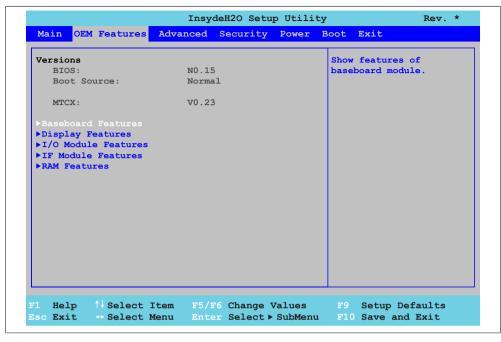


Abbildung 40: US15W OEM Features - Menü

BIOS Einstellung	Bedeutung	Einstellmöglichkeiten	Wirkung
BIOS	Anzeige der installierten B&R BIOS Version.	keine	-
Boot Source	Anzeige ob von der "normalen" BIOS Version (Normal) oder der Backup BIOS Version (Backup) gebootet wird.		Information: Ist ein BIOS Update fehlgeschlagen, wird automatisch das Back- up BIOS geladen. Das BIOS Update kann von hier noch einmal ausgeführt werden.
MTCX	Anzeige der installierten MTCX Version.	keine	-
Baseboard Features	Anzeige gerätespezifischer Informationen und Einstellung gerätespezifischer Werte.	Enter	öffnen des Submenüs siehe "Baseboard Features", auf Seite 136
Display Features	Konfiguration der Display Features.	Enter	öffnen des Submenüs siehe "Display Features", auf Seite 141
I/O Module Features	Konfiguration der I/O Module Features.	Enter	öffnen des Submenüs siehe "IO Module Features", auf Seite 145

Tabelle 63: US15W OEM Features - Menü Einstellmöglichkeiten

BIOS Einstellung	Bedeutung	Einstellmöglichkeiten	Wirkung
IF Module Features	Konfiguration der IF Module Features.	Enter	öffnen des Submenüs siehe "IF Module Features", auf Seite 147
RAM Features	Anzeige der RAM Features.	Enter	öffnen des Submenüs siehe "RAM Features", auf Seite 149

Tabelle 63: US15W OEM Features - Menü Einstellmöglichkeiten

1.4.1 Baseboard Features

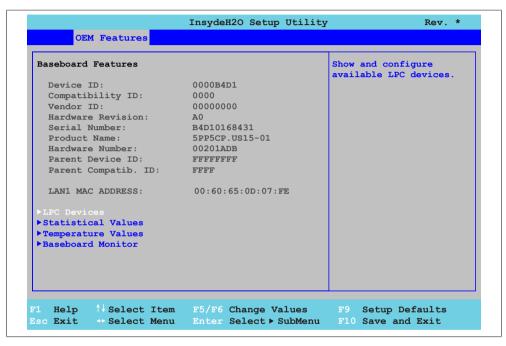


Abbildung 41: US15W OEM Features - Baseboard Features

BIOS Einstellung	Bedeutung	Einstellmöglichkeiten	Wirkung
Device ID	Anzeige der Gerätekennung des CPU Boards.	keine	-
Compatibility ID	Zeigt die Version des Gerätes innerhalb der gleichen B&R Gerätekennung an. Diese ID wird für das Automation Runti- me benötigt.	keine	-
Vendor ID	Anzeige der Hersteller ID.	keine	-
Hardware Revision	Anzeige der CPU Board Hardware Revision.	keine	-
Serial Number	Anzeige der B&R Serialnummer.	keine	-
Product Name	Anzeige der B&R Bestellnummer.	keine	-
Hardware Number	Anzeige der CPU Board Hardwarenummer.	keine	-
Parent Device ID	Anzeige der Herstellernummer.	keine	-

Tabelle 64: US15W OEM Features - Baseboard Features Einstellmöglichkeiten

BIOS Einstellung	Bedeutung	Einstellmöglichkeiten	Wirkung
Parent Compatib. ID	Anzeige der Hersteller-ID.	keine	-
LAN1 MAC ADDRESS	Anzeige der vergebenen MAC Adresse der ETH Schnittstelle.	keine	-
LPC Devices	Konfiguration der LPC Devices.	Enter	öffnen des Submenüs siehe "LPC Devices", auf Seite 137
Statistical Values	Anzeige der statistischen Werte.	Enter	öffnen des Submenüs siehe "Statistical Values", auf Seite 138
Temperature Values	Anzeige der aktuellen Temperaturwerte.	Enter	öffnen des Submenüs siehe "Temperature Values", auf Seite 139
Baseboard Monitor	Anzeige der aktuellen Spannungen des verwendeten CPU Boards an.	Enter	öffnen des Submenüs siehe "Baseboard Monitor", auf Seite 140

Tabelle 64: US15W OEM Features - Baseboard Features Einstellmöglichkeiten

1.4.1.1 LPC Devices

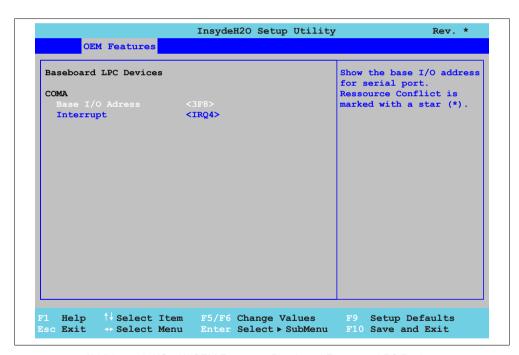


Abbildung 42: US15W OEM Features - Baseboard Features - LPC Devices

Software • BIOS Optionen

BIOS Einstellung	Bedeutung	Einstellmöglichkeiten	Wirkung
COMA	Einstellung für die serielle Schnittstelle	keine	-
	COM im System.		
Base I/O Adress	Auswahl der Base I/O Adresse des COM	Disabeld, 238, 2E8,	Deaktivierung oder Zuweisung der aus-
	Ports.	2F8, 328, 338, 3E8, 3F8	gewählten Base I/O Adresse.
Interrupt	Auswahl des Interrupts für den COM	IRQ3, IRQ4, IRQ5, IRQ6,	Zuweisung des ausgewählten Inter-
	Port.	IRQ10, IRQ11, IRQ12	rupts.

Tabelle 65: US15W OEM Features - Baseboard Features - LPC Devices Einstellmöglichkeiten

Information:

Bei den Base I/O Adress oder Interrupt Einstellungen kann es zu einem Ressourcenkonflikt kommen, hierbei wird eine Warnung angzeigt. Um die Einstellungen trotzdem zu ändern, muss zuerst die Einstellung bei der verwendeten Base I/O Adress bzw. dem Interrupt geändert werden.

1.4.1.2 Statistical Values

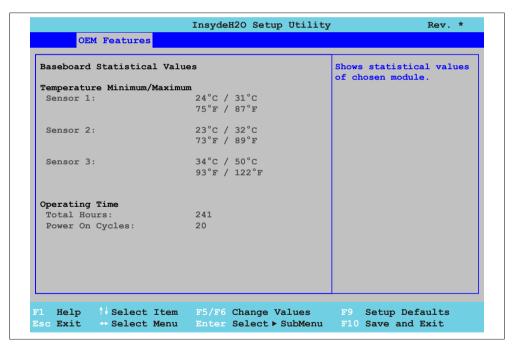


Abbildung 43: US15W OEM Features - Baseboard Features - Statistical Values

BIOS Einstellung	Bedeutung	Einstellmöglichkeiten	Wirkung
Sensor 1:	Anzeige der minimalen und maximalen Temperatur des Sensors 1 (Schnittstel- len) in °C und °F.	keine	-
Sensor 2:	Anzeige der minimalen und maximalen Temperatur des Sensors 2 (CPU) in °C und °F.	keine	-
Sensor 3:	Anzeige der minimalen und maximalen Temperatur des Sensors 3 (Hauptspei- cher) in °C und °F.	keine	-
Total Hours	Anzeige der Laufzeit in ganzen Stunden.	keine	-
Power On Cycles	Anzeige der Power On Cycles - jeder Neustart erhöht den Zähler um Eins.	keine	-

Tabelle 66: US15W OEM Features - Baseboard Features - Statistical Values Einstellmöglichkeiten

1.4.1.3 Temperature Values

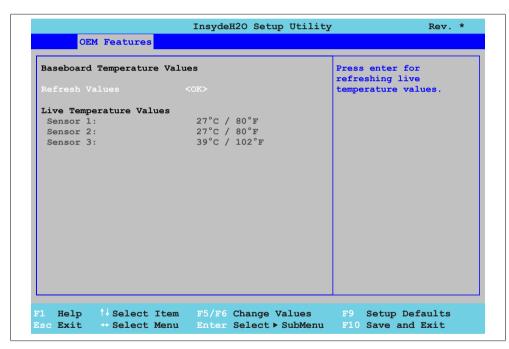


Abbildung 44: US15W OEM Features - Baseboard Features - Temperature Values

BIOS Einstellung	Bedeutung	Einstellmöglichkeiten	Wirkung
Refresh Values	Option zum Aktualisieren der Temperaturwerte.	ОК	Die unten angezeigten Temperaturwerte werden aktualisiert.
Sensor 1:	Anzeige der aktuellenTemperatur des Sensors 1 (Schnittstellen) in °C und °F.	keine	-

Tabelle 67: US15W OEM Features - Baseboard Features - Temperature Values Einstellmöglichkeiten

Software • BIOS Optionen

BIOS Einstellung	Bedeutung	Einstellmöglichkeiten	Wirkung
Sensor 2:	Anzeige der aktuellen Temperatur des Sensors 2 (CPU) in °C und °F.	keine	-
Sensor 3:	Anzeige der aktuellen Temperatur des Sensors 3 (Hauptspeicher) in °C und °F.	keine	-

Tabelle 67: US15W OEM Features - Baseboard Features - Temperature Values Einstellmöglichkeiten

1.4.1.4 Baseboard Monitor

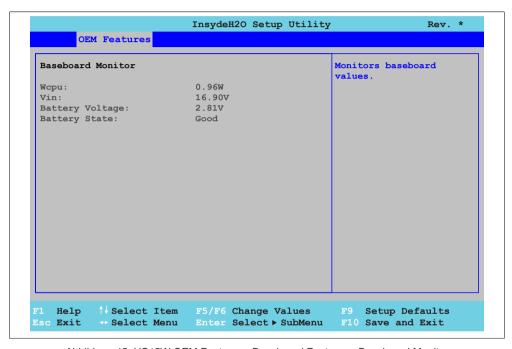


Abbildung 45: US15W OEM Features - Baseboard Features - Baseboard Monitor

BIOS Einstellung	Bedeutung	Einstellmöglichkeiten	Wirkung
Wcpu:	Anzeige des CPU Leistungsverbrauchs in Watt.	keine	-
Vin:	Anzeige der anliegenden Spannung der Spannungsversorgung in Volt.	keine	-
Battery Voltage:	Anzeige der Batteriespannung in Volt.	keine	-
Battery State:	Anzeige des Batteriestatus.	keine	-

Tabelle 68: US15W OEM Features - Baseboard Features - Baseboard Monitor Einstellmöglichkeiten

1.4.2 Display Features

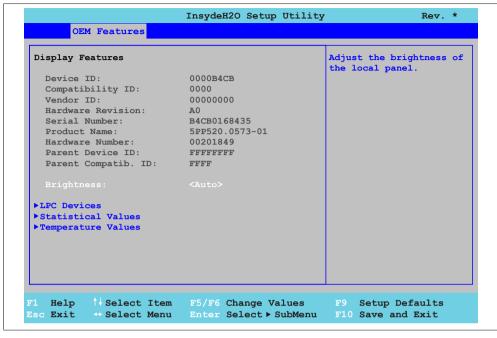


Abbildung 46: US15W OEM Features - Display Features

BIOS Einstellung	Bedeutung	Einstellmöglichkeiten	Wirkung
Device ID	Anzeige der Gerätekennung des Power Panel Gerätes.	keine	-
Compatibility ID	Zeigt die Version des Gerätes innerhalb der gleichen B&R Gerätekennung an. Diese ID wird für das Automation Runti- me benötigt.	keine	-
Vendor ID	Anzeige der Hersteller ID.	keine	-
Hardware Revision	Anzeige der Systemeinheit Hardware Revision.	keine	-
Serial Number	Anzeige der B&R Serialnummer.	keine	-
Product Name	Anzeige der B&R Bestellnummer.	keine	-
Hardware Number	Anzeige der Systemeinheit Hardware- nummer.	keine	-
Parent Device ID	Anzeige der Herstellernummer.	keine	-
Parent Compatib. ID	Anzeige der Hersteller-ID.	keine	-
Brightness	Option zum Einstellen der Hintergrundbe- leuchtungsstärke des Displays.	Auto	Die optimale Helligkeit wird über die Factory Settings automatisch konfigu- riert. Dabei wird ein Helligkeitswert zwi- schen 100% und 0% eingestellt.
		0%, 10%, 20%, 30%, 40%, 50%, 60%, 70%, 80%, 90%, 100%	Manuelle Einstellung der gewünschten Helligkeit innerhalb der Grenzwerte der Factory Settings.

Tabelle 69: US15W OEM Features - Display Features Einstellmöglichkeiten

Software • BIOS Optionen

BIOS Einstellung	Bedeutung	Einstellmöglichkeiten	Wirkung
LPC Devices	Konfiguration der LPC Devices.	Enter	öffnen des Submenüs siehe "LPC Devices", auf Seite 142
Statistical Values	Anzeige der statistischen Werte.	Enter	öffnen des Submenüs siehe "Statistical Values", auf Seite 143
Temperature Values	Anzeige der aktuellen Temperaturwerte.	Enter	öffnen des Submenüs siehe "Temperature Values", auf Seite 144

Tabelle 69: US15W OEM Features - Display Features Einstellmöglichkeiten

1.4.2.1 LPC Devices

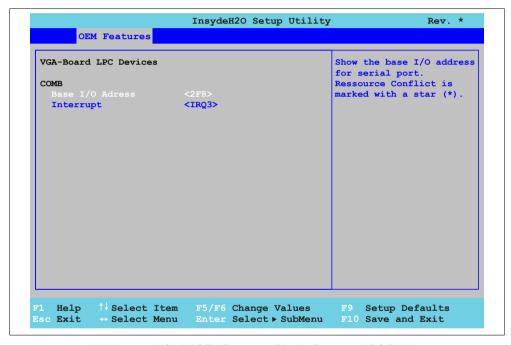


Abbildung 47: US15W OEM Features - Display Features - LPC Devices

BIOS Einstellung	Bedeutung	Einstellmöglichkeiten	Wirkung
COMB	Einstellung für die serielle Schnittstelle	keine	-
	COM im System.		
Base I/O Adress	Auswahl der Base I/O Adresse des COM	Disabeld, 238, 2E8,	Deaktivierung oder Zuweisung der aus-
	Ports.	2F8, 328, 338, 3E8, 3F8	gewählten Base I/O Adresse.
Interrupt	Auswahl des Interrupts für den COM	IRQ3, IRQ4, IRQ5, IRQ6,	Zuweisung des ausgewählten Inter-
	Port.	IRQ10, IRQ11, IRQ12	rupts.

Tabelle 70: US15W OEM Features - Display Features - LPC Devices Einstellmöglichkeiten

Information:

Bei den Base I/O Adress oder Interrupt Einstellungen kann es zu einem Ressourcenkonflikt kommen, hierbei wird eine Warnung angzeigt. Um die Einstellungen trotzdem zu ändern, muss zuerst die Einstellung bei der verwendeten Base I/O Adress bzw. dem Interrupt geändert werden.

1.4.2.2 Statistical Values

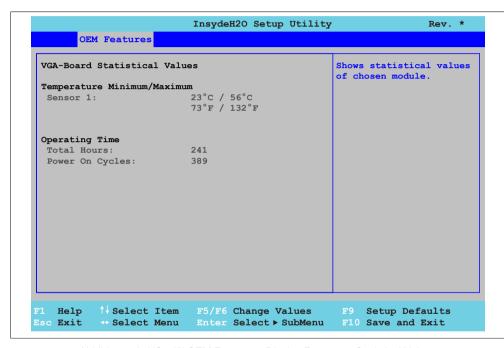


Abbildung 48: US15W OEM Features - Display Features - Statistical Values

BIOS Einstellung	Bedeutung	Einstellmöglichkeiten	Wirkung
Sensor 1:	Anzeige der minimalen und maximalen	keine	-
	Temperatur des Sensors 1 in °C und °F.		
Total Hours	Anzeige der Laufzeit in ganzen Stunden.	keine	-
Power On Cycles	Anzeige der Power On Cycles - jeder Neustart erhöht den Zähler um Eins.	keine	-
	Neustait emont den Zanier um Lins.		

Tabelle 71: US15W OEM Features - Display Features - Statistical Values Einstellmöglichkeiten

1.4.2.3 Temperature Values

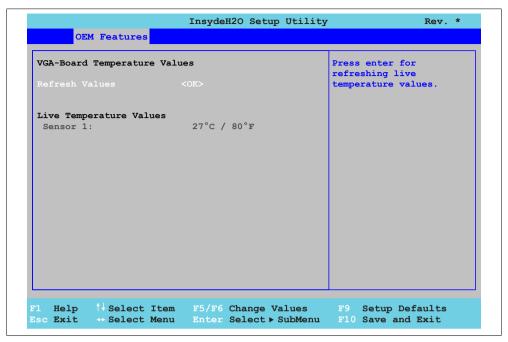


Abbildung 49: US15W OEM Features - Display Features - Temperature Values

BIOS Einstellung	Bedeutung	Einstellmöglichkeiten	Wirkung
Refresh Values	Option zum Aktualisieren der Temperaturwerte.	ОК	Die unten angezeigten Temperaturwerte werden aktualisiert.
Sensor 1:	Anzeige der aktuellen Temperatur des Sensors 1 in °C und °F.	keine	-

Tabelle 72: US15W OEM Features - Display Features - Temperature Values Einstellmöglichkeiten

1.4.3 IO Module Features

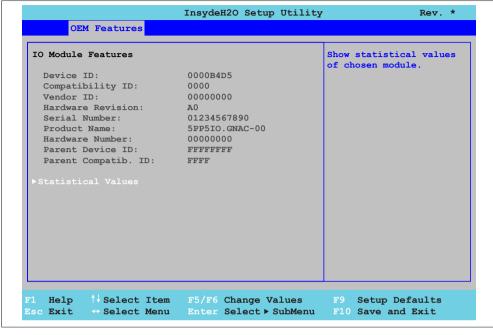


Abbildung 50: US15W OEM Features - IO Module Features

BIOS Einstellung	Bedeutung	Einstellmöglichkeiten	Wirkung
Device ID	Anzeige der Gerätekennung des IO Boards.	keine	-
Compatibility ID	Zeigt die Version des Gerätes innerhalb der gleichen B&R Gerätekennung an. Diese ID wird für das Automation Runti- me benötigt.	keine	-
Vendor ID	Anzeige der Hersteller ID.	keine	-
Hardware Revision	Anzeige der IO Board Hardware Revision.	keine	-
Serial Number	Anzeige der B&R Serialnummer.	keine	-
Product Name	Anzeige der B&R Bestellnummer.	keine	-
Hardware Number	Anzeige der IO Board Hardwarenummer.	keine	-
Parent Device ID	Anzeige der Herstellernummer.	keine	-
Parent Compatib. ID	Anzeige der Hersteller-ID.	keine	-
Statistical Values	Anzeige der statistischen Werte.	Enter	öffnen des Submenüs siehe "Statistical Values", auf Seite 146

Tabelle 73: US15W OEM Features - IO Module Features Einstellmöglichkeiten

1.4.3.1 Statistical Values

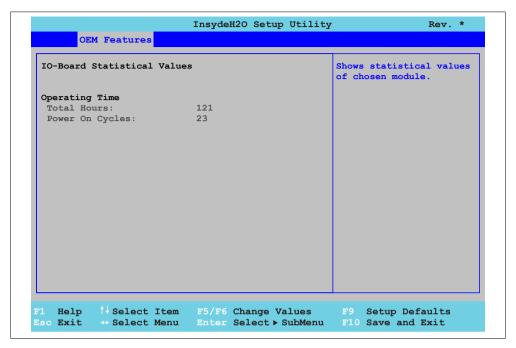


Abbildung 51: US15W OEM Features - IO Module Features - Statistical Values

BIOS Einstellung	Bedeutung	Einstellmöglichkeiten	Wirkung
Total Hours	Anzeige der Laufzeit in ganzen Stunden.	keine	-
Power On Cycles	Anzeige der Power On Cycles - jeder Neustart erhöht den Zähler um Eins.	keine	-

Tabelle 74: US15W OEM Features - IO Module Features - Statistical Values Einstellmöglichkeiten

1.4.4 IF Module Features

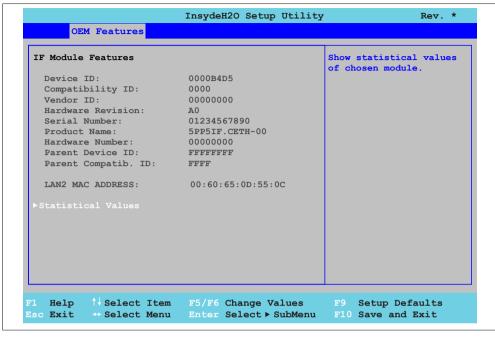


Abbildung 52: US15W OEM Features - IF Module Features

BIOS Einstellung	Bedeutung	Einstellmöglichkeiten	Wirkung
Device ID	Anzeige der Gerätekennung des IF Boards.	keine	-
Compatibility ID	Zeigt die Version des Gerätes innerhalb der gleichen B&R Gerätekennung an. Diese ID wird für das Automation Runti- me benötigt.	keine	-
Vendor ID	Anzeige der Hersteller ID.	keine	-
Hardware Revision	Anzeige der IF Board Hardware Revision.	keine	-
Serial Number	Anzeige der B&R Serialnummer.	keine	-
Product Name	Anzeige der B&R Bestellnummer.	keine	-
Hardware Number	Anzeige der IF Board Hardwarenummer.	keine	-
Parent Device ID	Anzeige der Herstellernummer.	keine	-
Parent Compatib. ID	Anzeige der Hersteller-ID.	keine	-
LAN2 MAC AD- DRESS ¹⁾	Anzeige der vergebenen MAC Adresse der ETH Schnittstelle.	keine	-
Statistical Values	Anzeige der statistischen Werte.	Enter	öffnen des Submenüs siehe "Statistical Values", auf Seite 148

Tabelle 75: US15W OEM Features - IF Module Features Einstellmöglichkeiten

¹⁾ Die LAN2 MAC ADDRESS wird nur bei dem Interface Board 5PP5IF.CETH-00 angezeigt.

1.4.4.1 Statistical Values

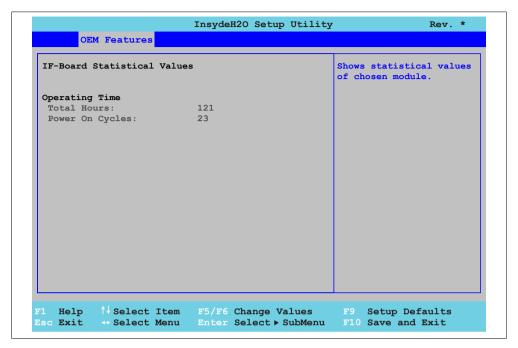


Abbildung 53: US15W OEM Features - IF Module Features - Statistical Values

BIOS Einstellung	Bedeutung	Einstellmöglichkeiten	Wirkung
Total Hours	Anzeige der Laufzeit in ganzen Stunden.	keine	-
Power On Cycles	Anzeige der Power On Cycles - jeder Neustart erhöht den Zähler um Eins.	keine	-

Tabelle 76: US15W OEM Features - IF Module Features - Statistical Values Einstellmöglichkeiten

1.4.5 RAM Features

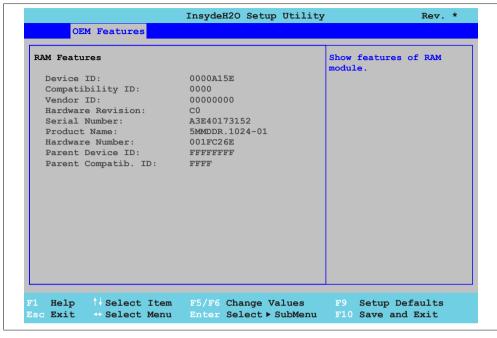


Abbildung 54: US15W OEM Features - RAM Features

BIOS Einstellung	Bedeutung	Einstellmöglichkeiten	Wirkung
Device ID	Anzeige der Gerätekennung des RAM.	keine	-
Compatibility ID	Zeigt die Version des Gerätes innerhalb der gleichen B&R Gerätekennung an. Diese ID wird für das Automation Runti- me benötigt.	keine	-
Vendor ID	Anzeige der Hersteller ID.	keine	-
Hardware Revision	Anzeige der Hauptspeicher Hardware Revision.	keine	-
Serial Number	Anzeige der B&R Serialnummer.	keine	-
Product Name	Anzeige der B&R Bestellnummer.	keine	-
Hardware Number	Anzeige der Hauptspeicher Hardware- nummer.	keine	-
Parent Device ID	Anzeige der Herstellernummer.	keine	-
Parent Compatib. ID	Anzeige der Hersteller-ID.	keine	-

Tabelle 77: US15W OEM Features - RAM Features Einstellmöglichkeiten

1.5 Advanced

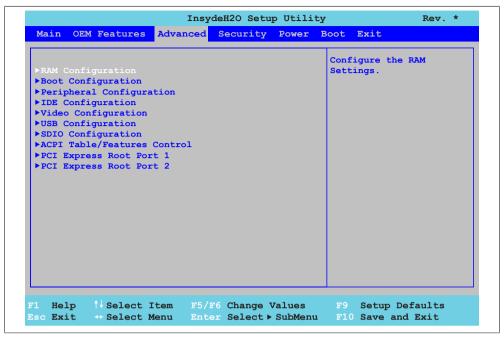


Abbildung 55: US15W Advanced - Menü

BIOS Einstellung	Bedeutung	Einstellmöglichkeiten	Wirkung
RAM Configuration	Konfiguration der RAM Einstellungen.	Enter	öffnen des Submenüs siehe "RAM Configuration", auf Seite 152
Boot Configuration	Konfiguration der Boot Einstellungen.	Enter	öffnen des Submenüs siehe "Boot Configuration", auf Seite 153
Peripheral Configuration	Konfiguration der Peripherie Einstellungen.	Enter	öffnen des Submenüs siehe "Peripheral Configuration", auf Seite 154
IDE Configuration	Konfiguration der IDE Funktionen.	Enter	öffnen des Submenüs siehe "IDE Configuration", auf Seite 155
Video Configuration	Konfiguration der Grafikeinstellungen.	Enter	öffnen des Submenüs siehe "Video Configuration", auf Seite 158
USB Configuration	Konfiguration der USB Einstellungen.	Enter	öffnen des Submenüs siehe "USB Configuration", auf Seite 159
SDIO Configuration ¹⁾	Konfiguration der SDIO Einstellungen.	Enter	öffnen des Submenüs siehe "SDIO Configuration", auf Seite 161
ACPI Table/Features Control Configuration	Konfiguration der ACPI Tabelle/Features.	Enter	öffnen des Submenüs siehe "ACPI Table/Features Control", auf Seite 162

Tabelle 78: US15W Advanced - Menü Einstellmöglichkeiten

BIOS Einstellung	Bedeutung	Einstellmöglichkeiten	Wirkung
PCI Express Root	Konfiguration der PCI Express Einstellun-	Enter	öffnen des Submenüs
Port 1	Warnung! Unbedachte Einstellungen können eine Instabilität oder Geräteprobleme verursachen. Es wird daher ausdrücklich empfohlen, Änderungen der Einstellungen nur von erfahrenen Benutzern vornehmen zu lassen.		siehe "PCI Express Root Port 1", auf Seite 163
PCI Express Root Port 2	Konfiguration der PCI Express Einstellungen am Port 2.	Enter	öffnen des Submenüs siehe "PCI Express Root Port 2", auf Seite 167
	Warnung! Unbedachte Einstellungen können eine Instabilität oder Geräteprobleme verursachen. Es wird daher ausdrücklich empfohlen, Änderungen der Einstellungen nur von erfahrenen Benutzern vornehmen zu lassen.		Colle 107

Tabelle 78: US15W Advanced - Menü Einstellmöglichkeiten

¹⁾ SDIO - Secure Digital Input Output

1.5.1 RAM Configuration

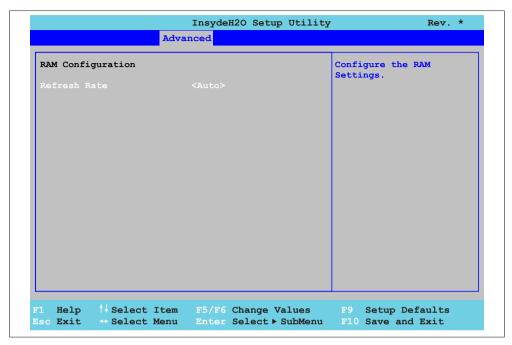


Abbildung 56: US15W Advanced - RAM Configuration

BIOS Einstellung	Bedeutung	Einstellmöglichkeiten	Wirkung
Refresh Rate	Option zum Einstellen der DRAM Refresh Rate.	Auto	DRAM Refresh wird aus den SPD Daten des DRAM Moduls gelesen.
		7,8µs	Manuelle Einstellung der DRAM Refresh Rate.
		3,9µs	Manuelle Einstellung der DRAM Refresh Rate.

Tabelle 79: US15W Advanced - RAM Configuration Einstellmöglichkeiten

1.5.2 Boot Configuration

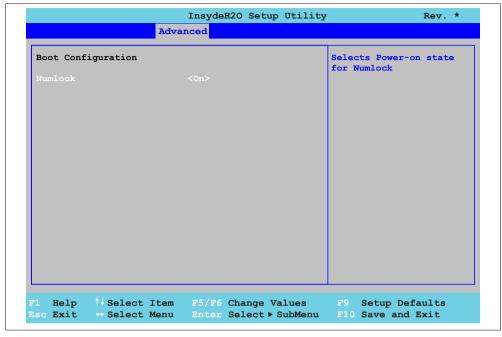


Abbildung 57: US15W Advanced - Boot Configuration

BIOS Einstellung	Bedeutung	Einstellmöglichkeiten	Wirkung
Numlock	Mit diesem Feld kann man den Zustand	On	Numerischer Tastenblock ist aktiviert.
	der Zehnertastatur (NumLock) beim Booten des Systems definieren.	Off	Vom numerischen Tastenblock sind le- diglich die Cursorfunktionen aktiviert.

Tabelle 80: US15W Advanced - Boot Configuration Einstellmöglichkeiten

1.5.3 Peripheral Configuration

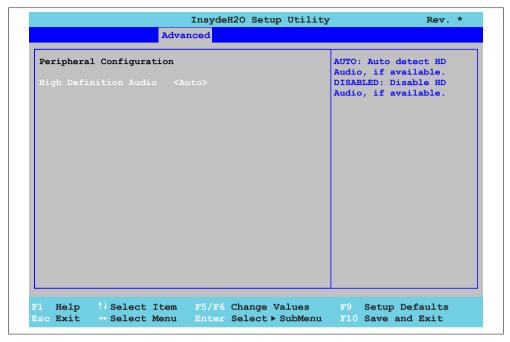


Abbildung 58: US15W Advanced - Peripheral Configuration

BIOS Einstellung	Bedeutung	Einstellmöglichkeiten	Wirkung
High Definition Audio	Hier kann der Audio Modus ein- bzw.	Disabled	Deaktivierung des Audio Controllers.
	ausgeschaltet werden.	Auto	Aktivierung des High Definition Audio (HDA) Sound. Der HDA Controller erkennt automatisch installierte Soundgeräte.

Tabelle 81: US15W Advanced - Peripheral Configuration Einstellmöglichkeiten

1.5.4 IDE Configuration

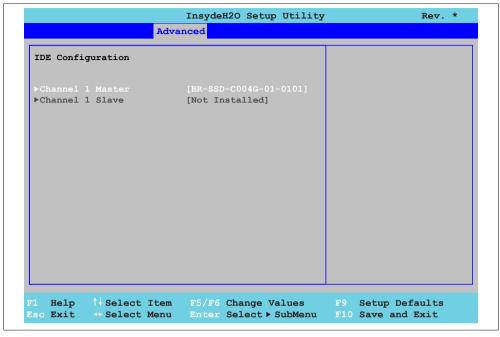


Abbildung 59: US15W Advanced - IDE Configuration

BIOS Einstellung	Bedeutung	Einstellmöglichkeiten	Wirkung
Channel 1 Master	Anzeige des im System vorhandenen Laufwerks, welches am Channel 1 Mas- ter angeschlossen ist.	Enter	öffnen des Submenüs siehe "Channel 1 Master", auf Seite 156
Channel 1 Slave	Anzeige des im System vorhandenen Laufwerks, welches am Channel 1 Slave angeschlossen ist.	Enter	öffnen des Submenüs siehe "Channel 1 Slave", auf Seite 157

Tabelle 82: US15W Advanced - IDE Configuration Einstellmöglichkeiten

1.5.4.1 Channel 1 Master

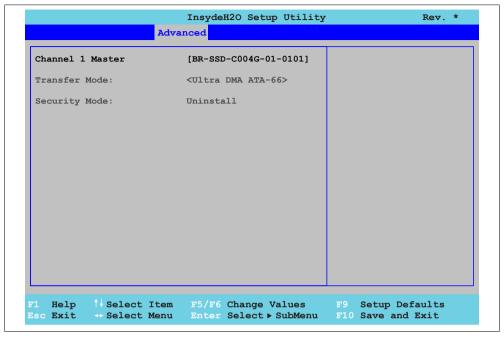


Abbildung 60: US15W Advanced - IDE Configuration - Channel 1 Master

BIOS Einstellung	Bedeutung	Einstellmöglichkeiten	Wirkung
Transfer Mode	Anzeige des Übertragungsstandards des Channel 1 Master Laufwerks zum Sys- tem Speicher.	keine	-
Security Mode		keine	-

Tabelle 83: US15W Advanced - IDE Configuration - Channel 1 Master Einstellmöglichkeiten

1.5.4.2 Channel 1 Slave

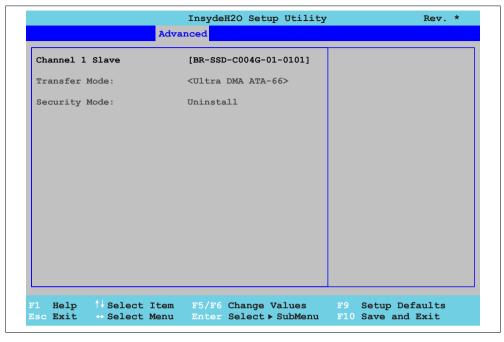


Abbildung 61: US15W Advanced - IDE Configuration - Channel 1 Slave

BIOS Einstellung	Bedeutung	Einstellmöglichkeiten	Wirkung
Transfer Mode	Anzeige des Übertragungsstandard des Channel 1 Slave Laufwerks zum System Speicher.	keine	-
Security Mode		keine	-

Tabelle 84: US15W Advanced - IDE Configuration - Channel 1 Slave Einstellmöglichkeiten

1.5.5 Video Configuration

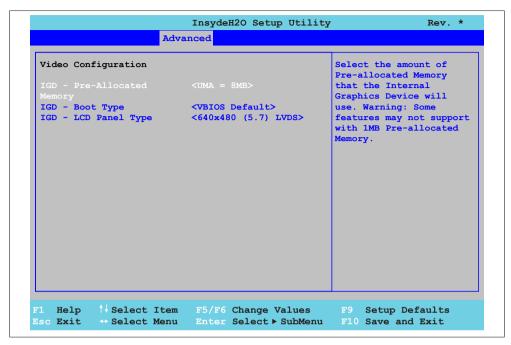


Abbildung 62: US15W Advanced - Video Configuration

BIOS Einstellung	Bedeutung	Einstellmöglichkeiten	Wirkung
IGD - Pre-Allocated Memory	Option zur Einstellung der Speichergröße, welche für den internen Grafikcontrol-	UMA = 1MB	1 MByte Hauptspeicher wird zur Verfügung gestellt.
	ler verwendet werden kann.	UMA = 4MB	4 MByte Hauptspeicher wird zur Verfügung gestellt.
	Information:	UMA = 8MB	8 MByte Hauptspeicher wird zur Verfügung gestellt.
	Manche Funktionen werden mit der Einstellung "UMA = 1MB" nicht un- terstützt.		
IGD - Boot Type	Option zum Festlegen der Reihenfolge, in der die Geräte an den angeschlosse- nen Kanälen LFP und SDVO überprüft	VBIOS Default	Es wird automatisch eines der unter "IGD - LCD Panel Type" gelisteten Pa- nels ausgewählt.
	und gebootet werden sollen.	LFP - SDVO	Es ist möglich, sowohl vom LFP (Local Flat Panel) als auch vom SDVO (Serial Digital Video Output) Kanal zu booten.
IGD - LCD Panel Type	Option zur Einstellung der Displayauflösung.	640x480 (5.7) LVDS	Auflösung mit 640 x 480 Pixel (für 5,7" Display)
		800x480 (7.0) LVDS	Auflösung mit 800 x 480 Pixel (für 7" Display)
		800x600 (8.4) LVDS	Auflösung mit 800 x 600 Pixel (für 8,4" Display)

Tabelle 85: US15W Advanced - Video Configuration Einstellmöglichkeiten

BIOS Einstellung	Bedeutung	Einstellmöglichkeiten	Wirkung
	Information:	640x480 (10.4) LVDS	Auflösung mit 640 x 480 Pixel (für 10,4" Display)
	Ist die Displayeinstellung in den EPROM Daten vorhanden, hat die	800x600 (12.0) LVDS	Auflösung mit 800 x 600 Pixel (für 12,0" Display)
	diese Einstellung keine Auswir- kung auf die Displayauflösung da bei jedem Neustart die EPROM Daten neu geladen werden und die BIOS-Einstellung überschrie- ben wird.	1024x768 (15.0) LVDS	Auflösung mit 1024 x 768 Pixel (für 15" Display)

Tabelle 85: US15W Advanced - Video Configuration Einstellmöglichkeiten

1.5.6 USB Configuration

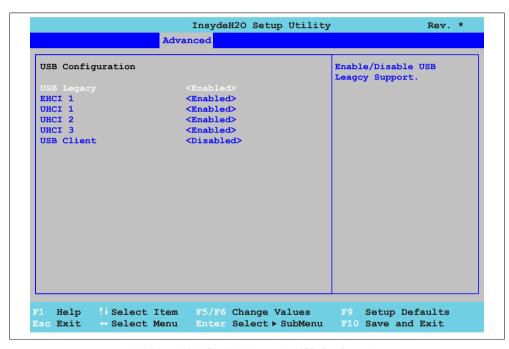


Abbildung 63: US15W Advanced - USB Configuration

BIOS Einstellung	Bedeutung	Einstellmöglichkeiten	Wirkung
USB Legacy	Hier kann der Legacy USB Support akti-	Enabled	Aktivierung der Funktion.
	viert/ deaktiviert werden. Es funktioniert keine USB Schnittstelle während des Startens. Nach dem Betriebssystemstart steht der USB Support wieder zur Verfügung. Eine USB Tastatur wird während des POST noch erkannt.	Disabled	Deaktivierung der Funktion.

Tabelle 86: US15W Advanced - USB Configuration Einstellmöglichkeiten

Software • BIOS Optionen

BIOS Einstellung	Bedeutung	Einstellmöglichkeiten	Wirkung
EHCI 1	Hier kann die Unterstützung für Betriebs- systeme ohne vollautomatische EHCI Funktion eingerichtet werden.	Enabled	Aktivierung der USB Unterstützung. Die USB 2.0 Unterstützung wird aktiviert, sobald ein USB 2.0 Gerät mit dieser Schnittstelle verbunden ist.
		Disabled	Deaktivierung der USB 2.0 Unterstützung.
UHCI 1	Einstellung des USB UHCI Controllers 1	Enabled	Aktivierung der USB Unterstützung.
	für USB Port 1, 2 und 3.	Disabled	Warnung! Wird diese Einstellung auf Disabled gestellt, werden auch die Einstellungen UHCI 2 und UHCI 3 auf Disabled gesetzt und alle USB Ports werden deaktiviert. Ein Wiedereinstieg in das BIOS ist somit nicht mehr möglich. Wurde UHCI 1 dennoch deaktiviert, so kann man mit dem Backup BIOS wieder in das BIOS gelangen. Näheres dazu siehe "OEM Features", auf Seite 135
UHCI 21)	Der UHCI 2 wird aktuell nicht verwendet.	Enabled	-
		Disabled	-
UHCI 31)	Einstellung des USB UHCI Controllers 3	Enabled	Aktivierung der USB Unterstützung.
	für USB Port 3.	Disabled	Deaktivierung der USB Unterstützung.
USB Client	Einstellung zur Unterstützung eines USB Clients.	Enabled	Aktivierung der USB Client Unterstützung.
		Disabled	Deaktivierung der USB Client Unterstützung.

Tabelle 86: US15W Advanced - USB Configuration Einstellmöglichkeiten

¹⁾ Diese Einstellungen sind nur möglich, wenn UHCl 1 auf Enabled eingestellt ist.

1.5.7 SDIO Configuration

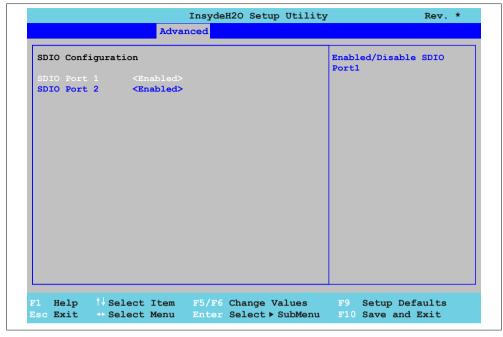


Abbildung 64: US15W Advanced - SDIO Configuration

BIOS Einstellung	Bedeutung	Einstellmöglichkeiten	Wirkung
SDIO Port 1	Hier kann der SDIO Port 1 (Secure Digi-	Enabled	Aktivierung der Funktion.
	tal Input Output - SD Memory Card Slot) aktiviert/ deaktiviert werden.	Diabled	Deaktivierung der Funktion.
SDIO Port 2	Hier kann der SDIO Port 2 (Secure Digi-	Enabled	Aktivierung der Funktion.
	tal Input Output - SD Memory Card Slot) aktiviert/ deaktiviert werden.	Diabled	Deaktivierung der Funktion.

Tabelle 87: US15W Advanced - SDIO Configuration Einstellmöglichkeiten

1.5.8 ACPI Table/Features Control

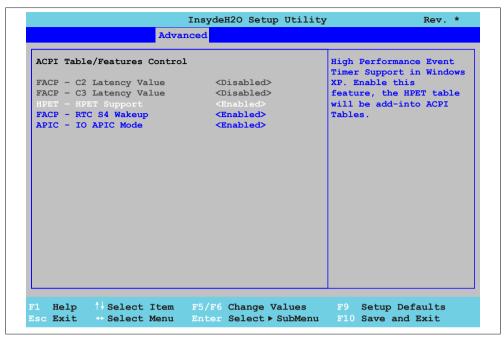


Abbildung 65: US15W Advanced - ACPI Table/Features Control

BIOS Einstellung	Bedeutung	Einstellmöglichkeiten	Wirkung
FACP – C2 Latency Value ¹⁾	Option zum Einstellen einer Latenzzeit im C2-State.	Enabled	Aktivierung der Funktion. Es wird eine Latenz von 1 µs eingestellt, d.h. innerhalb von 1 µs wird in den C2-State gesprungen und innerhalb von 1 µs wieder heraus.
		Diabled	Deaktivierung der Funktion.
FACP – C3 Latency Value ¹⁾	Option zum Einstellen einer Latenzzeit im C3-State.	Enabled	Aktivierung der Funktion. Es wird eine Latenz von 85 µs einge- stellt, d.h. innerhalb von 85 µs wird in den C3-State gesprungen und innerhalb von 85 µs wieder heraus.
		Diabled	Deaktivierung der Funktion.
HPET – HPET Support	Der HPET ist ein Zeitgeber im PC. Er ist in der Lage einen Interrupt mit sehr hoher Präzision auszulösen und andere Pro- gramme können diverse Anwendungen	Enabled	Aktivierung der Funktion. Bei Mulitmedia Anwendungen wird empfohlen, die Funktion auf Enabled zu stellen.
	besser synchronisieren.	Diabled	Deaktivierung der Funktion.
FACP - RTC S4 Wake-	Option zum Einstellen für das Hochfah-	Enabled	Aktivierung der Funktion.
up	ren aus S4 Schlafzustand (Standby) in den "Normalbetrieb" durch die RTC (Real Time Clock).	Disabled	Deaktivierung der Funktion.

Tabelle 88: US15W Advanced - ACPI Table/Features Control Einstellmöglichkeiten

BIOS Einstellung	Bedeutung	Einstellmöglichkeiten	Wirkung
APIC - IO APIC Mode	Über diese Option wird die Unterstützung	Enabled	Aktivierung der Funktion.
	des Advanced Programmable Interrupt Controllers im Prozessor festgelegt.	Disabled	Deaktivierung der Funktion.
			Warnung!
			Wird diese Einstellung auf Disab- led gesetzt, so wird Windows XP
			nicht hochgefahren.

Tabelle 88: US15W Advanced - ACPI Table/Features Control Einstellmöglichkeiten

1) Diese Einstellungen sind nur möglich, wenn C-States im Menüpunkt Power - Advanced CPU Control auf Enabled eingestellt ist.

1.5.9 PCI Express Root Port 1

Warnung!

Unbedachte Einstellungen können eine Instabilität oder Geräteprobleme verursachen. Es wird daher ausdrücklich empfohlen, Änderungen der Einstellungen nur von erfahrenen Benutzern vornehmen zu lassen.

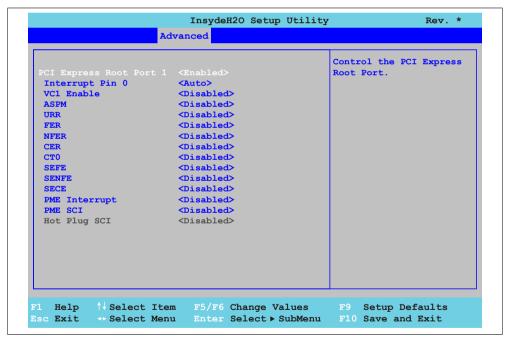


Abbildung 66: US15W Advanced - PCI Express Root Port 1

den VC1 Virtual Channel gemapped.	BIOS Einstellung	Bedeutung	Einstellmöglichkeiten	Wirkung
Interrupt Pin 0 Information: Bel der Verwendung von ARwin und/dore inter Feldbuck Starte muss diese Funktion deaktiviert werden. Virtual Channel 1 Virtual Channel 1 Auto Einstellen der Zuordnung unter der BIOS Einstellung "VC1/TC Mapping". Disabled Deaktivierung der Funktion. Es wird automatisch de TC0 Traffic Klasse verwendet und auf den VC0 Virtual Channel gemapped. VC1/TC Mapping" Mit dieser Option wird eingestellt, wel- cher Traffic auf welchen Virtual Channel gemapped wird. VC1/TC Mapping" Mit dieser Option wird eingestellt, wel- cher Traffic auf welchen Virtual Channel gemapped wird. TC0 TBD TC0 Traffic Klasse wird manuell auf den VC1 Virtual Channel gemapped. TC3 Die TC3 Traffic Klasses wird manuell auf den VC1 Virtual Channel gemapped. TC4 Die TC4 Traffic Klasses wird manuell auf den VC1 Virtual Channel gemapped. TC5 Die TC5 Traffic Klasses wird manuell auf den VC1 Virtual Channel gemapped. TC6 Die TC6 Traffic Klasses wird manuell auf den VC1 Virtual Channel gemapped. TC7 Die TC7 Traffic Klasses wird manuell auf den VC1 Virtual Channel gemapped. TC7 Die TC7 Traffic Klasses wird manuell auf den VC1 Virtual Channel gemapped. TC7 Die TC7 Traffic Klasses wird manuell auf den VC1 Virtual Channel gemapped. TC7 Die TC7 Traffic Klasses wird manuell auf den VC1 Virtual Channel gemapped. TC7 Die TC7 Traffic Klasses wird manuell auf den VC1 Virtual Channel gemapped. ASPM Active State Power Management Option zum Einstellen einer Einergiespart funktion (Lub.1) für PCIE Links wenn diese nicht sämtliche Leistung benötigen. Automatic ASPM** Option zum Konfiguierne der automati- schen oder manuellen Zuordnung des ASPM. Automatic ASPM** Option zum Einstellen der L0 Energie- Sparfunktion. Option zum Einstellen der L1 Energie- sparfunktion. Der Stromverbrauch ist niedriger als bei L0, die Ausstlegslatenz ist jedoch höher. Enabled Aktivierung der Funktion. Die Energiesparfunktion wird für den Root Port automati- Diesbled Deaktivierung der Funktion. Diesbled Deaktivierung der Funktion.	PCI Express Root Port	Mit dieser Option wird der PCI Express	Enabled	PCI Express Root Port 1 wird aktiviert.
Disabled IRQ für Root Port 1 deaktiviert.	1	Root Port 1 aktiviert / deaktiviert.	Disabled	
Bei der Verwendung von ARwin undloder einer Feldbus Karte muss diese Funktion deaktiviert werden.	Interrupt Pin 0	I Information:	Auto	IRQ für Root Port 1 aktiviert.
BIOS Einstellung "VC1/TC Mapping".		Bei der Verwendung von ARwin und/oder einer Feldbus Karte muss	Disabled	IRQ für Root Port 1 deaktiviert.
Se wird automatisch die TCO Traffic Klasse verwendet und auf den VCO Virtual Channel gemapped.	VC1 Enable	Virtual Channel 1	Auto	-
cher Traffic auf welchen Virtual Channel gemapped wird. TC1 Die TC1 Traffic Klasse wird manuell auf den VC1 Virtual Channel gemapped. TC2 Die TC2 Traffic Klasse wird manuell auf den VC1 Virtual Channel gemapped. TC3 Die TC3 Traffic Klasse wird manuell auf den VC1 Virtual Channel gemapped. TC4 Die TC3 Traffic Klasse wird manuell auf den VC1 Virtual Channel gemapped. TC4 Die TC4 Traffic Klasse wird manuell auf den VC1 Virtual Channel gemapped. TC5 Die TC5 Traffic Klasse wird manuell auf den VC1 Virtual Channel gemapped. TC6 Die TC6 Traffic Klasse wird manuell auf den VC1 Virtual Channel gemapped. TC7 Die TC7 Traffic Klasse wird manuell auf den VC1 Virtual Channel gemapped. TC7 Die TC7 Traffic Klasse wird manuell auf den VC1 Virtual Channel gemapped. TC7 Die TC7 Traffic Klasse wird manuell auf den VC1 Virtual Channel gemapped. TC7 Die TC7 Traffic Klasse wird manuell auf den VC1 Virtual Channel gemapped. TC8 Die TC6 Traffic Klasse wird manuell auf den VC1 Virtual Channel gemapped. TC9 Die TC7 Traffic Klasse wird manuell auf den VC1 Virtual Channel gemapped. TC7 Die TC7 Traffic Klasse wird manuell auf den VC1 Virtual Channel gemapped. TC8 Die TC6 Traffic Klasse wird manuell auf den VC1 Virtual Channel gemapped. TC8 Die TC6 Traffic Klasse wird manuell auf den VC1 Virtual Channel gemapped. TC8 Die TC6 Traffic Klasse wird manuell auf den VC1 Virtual Channel gemapped. TC8 Die TC7 Traffic Klasse wird manuell auf den VC1 Virtual Channel gemapped. TC8 Die TC6 Traffic Klasse wird manuell auf den VC1 Virtual Channel gemapped. TC8 Die TC6 Traffic Klasse wird manuell auf den VC1 Virtual Channel gemapped. TC8 Die TC6 Traffic Klasse wird manuell auf den VC1 Virtual Channel gemapped. TC8 Die TC7 Traffic Klasse wird manuell auf den VC1 Virtual Channel gemapped. TC8 Die TC6 Traffic Klasse wird manuell auf den VC1 Virtual Channel gemapped. TC8 Die TC6 Traffic Klasse wird manuell auf den VC1 Virtual Channel gemapped. TC8 Die TC6 Traffic Klasse wird manuell auf den VC1 Virtual Channel gemapped. TC8 Die TC6 Tr			Disabled	Es wird automatisch die TC0 Traffic Klasse verwendet und auf den VC0 Vir-
gemapped wird. TC2	VC1/TC Mapping ¹⁾	Mit dieser Option wird eingestellt, wel-	TC0	TBD
den VC1 Virtual Channel gemapped.			TC1	Die TC1 Traffic Klasse wird manuell auf den VC1 Virtual Channel gemapped.
den VC1 Virtual Channel gemapped.			TC2	Die TC2 Traffic Klasse wird manuell auf den VC1 Virtual Channel gemapped.
den VC1 Virtual Channel gemapped.			TC3	Die TC3 Traffic Klasse wird manuell auf den VC1 Virtual Channel gemapped.
ASPM Active State Power Management Option zum Einstellen einer Energiesparfunktion (L0s/L1) für PCIE Links wenn diese nicht sämtliche Leistung benötigen. Automatic ASPM3			TC4	
ASPM Active State Power Management Option zum Einstellen einer Energiesparfunktion (Los/L-1) für PCIE Links wenn diese nicht sämtliche Leistung benötigen. Automatic ASPM² Option zum Konfigurieren der automatischen oder manuellen Zuordnung des ASPM. ASPM L0s³) Option zum Einstellen der L0 Energiesparfunktion. Option zum Einstellen der L1 Energiesparfunktion. Option zum Einstellen der L1 Energiesparfunktion. Die Energiesparfunktion wird für den Enpoint Port aktiviert. Root&Endpoint Ports Die Energiesparfunktion wird für den Root und Endpoint Port aktiviert. ASPM L1³) Option zum Einstellen der L1 Energiesparfunktion. Der Stromverbrauch ist niedriger als bei L0, die Ausstiegslatenz ist jedoch höher. URR Unsupported Request (UR) Reporting Option zum Benachrichtigen von nichtunterstützten Anfragen. Das Aufzeichnen der Fehlermeldungen, welche vom Root Port empfangen werden, wird exklusiv über das Root Control Register kontrolliert.			TC5	Die TC5 Traffic Klasse wird manuell auf den VC1 Virtual Channel gemapped.
ASPM Active State Power Management Option zum Einstellen einer Energiesparfunktion (LOs/L1) für PCIE Links wenn diese nicht sämtliche Leistung benötigen. Automatic ASPM²) Option zum Konfigurieren der automatischen oder manuellen Zuordnung des ASPM. ASPM L0s³) Option zum Einstellen der L0 Energiesparfunktion. Root Port Only Die Energiesparfunktion wird für den Root Port aktiviert. Endpoint Port Only Die Energiesparfunktion wird für den Root und Endpoint Port aktiviert. Root&Endpoint Ports Die Energiesparfunktion wird für den Root und Endpoint Port aktiviert. Enabled Aktivierung der Funktion. Die Energiesparfunktion wird für den Root und Endpoint Port aktiviert. Enabled Aktivierung der Funktion. Die Deaktivierung der Funktion.			TC6	Die TC6 Traffic Klasse wird manuell auf den VC1 Virtual Channel gemapped.
Option zum Einstellen einer Energiespar- funktion (LOs/L1) für PCIE Links wenn diese nicht sämtliche Leistung benötigen. Automatic ASPM ² Option zum Konfigurieren der automati- schen oder manuellen Zuordnung des ASPM. ASPM. Option zum Einstellen der L0 Energie- sparfunktion. Option zum Einstellen der L0 Energie- sparfunktion. Option zum Einstellen der L1 Energie- sparfunktion. Der Stromverbrauch ist niedriger als bei L0, die Ausstiegslatenz ist jedoch höher. URR Unsupported Request (UR) Reporting Option zum Benachrichtigen von nicht- unterstützten Anfragen. Das Aufzeichnen der Fehlermeldungen, welche vom Root Port empfangen werden, wird exklusiv über das Root Control Register kontrol- liert. Diesabled Auto Automatische Zuordnung durch das BIOS und das Betriebssystem. Auto Automatische Zuordnung durch das BIOS und das Betriebssystem. Bios end Port Only Die Energiesparfunktion. Die Energiesparfunktion. Die Energiesparfunktion wird für den Root Port Only Die Energiesparfunktion. Die Energiesparfunktion wird für den Root und Endpoint Port aktiviert. Die Energiesparfunktion. Die Energiesparfunktion. Die Energiesparfunktion. Die Energiesparfunktion. Die Energiesparfunktion wird für den Root von und Endpoint Port aktiviert. Root&Endpoint Port Aktiviert. Die Energiesparfunktion. Die			TC7	Die TC7 Traffic Klasse wird manuell auf den VC1 Virtual Channel gemapped.
Automatic ASPM® Doption zum Konfigurieren der automatischen ASPM. Automatic ASPM® Doption zum Konfigurieren der automatischen oder manuellen Zuordnung des ASPM. ASPM. Doption zum Einstellen der L0 Energiesparfunktion. ASPM L0s® Doption zum Einstellen der L0 Energiesparfunktion. ASPM L0s® Doption zum Einstellen der L0 Energiesparfunktion. ASPM L1® Doption zum Einstellen der L1 Energiesparfunktion. ASPM L1® Doption zum Einstellen der L1 Energiesparfunktion. Der Stromverbrauch ist niedriger als bei L0, die Ausstiegslatenz ist jedoch höher. URR Unsupported Request (UR) Reporting Option zum Benachrichtigen von nichtunterstützten Anfragen. Das Aufzeichnen der Fehlermeldungen, welche vom Root Port empfangen werden, wird exklusiviüber das Root Control Register kontrolliert.	ASPM		Enabled	Aktivierung der Funktion.
Schen oder manuellen Zuordnung des ASPM. Manual Einstellen der Zuordnung unter der BIOS Einstellung "ASPM L0s" und "ASPM L1". Disabled Deaktivierung der Funktion. Poot Port Only Die Energiesparfunktion wird für den Root Port aktiviert. Endpoint Port Only Die Energiesparfunktion wird für den Enpoint Port aktiviert. Root&Endpoint Ports Die Energiesparfunktion wird für den Enpoint Port aktiviert. Root Benergiesparfunktion wird für den Enpoint Port aktiviert. Endpoint Port Only Die Energiesparfunktion wird für den Root und Endpoint Port aktiviert. ASPM L1³) Option zum Einstellen der L1 Energiesparfunktion. Der Stromverbrauch ist niedriger als bei L0, die Ausstiegslatenz ist jedoch höher. URR Unsupported Request (UR) Reporting Option zum Benachrichtigen von nichtunterstützten Anfragen. Das Aufzeichnen der Fehlermeldungen, welche vom Root Port empfangen werden, wird exklusiv über das Root Control Register kontrolliert.		funktion (L0s/L1) für PCIE Links wenn	Disabled	Deaktivierung der Funktion.
ASPM L0s³) Option zum Einstellen der L0 Energie- sparfunktion. Option zum Einstellen der L0 Energie- sparfunktion. Option zum Einstellen der L0 Energie- sparfunktion. Die Energiesparfunktion wird für den Root Port aktiviert. Endpoint Port Only Die Energiesparfunktion wird für den Enpoint Port aktiviert. Root&Endpoint Ports Die Energiesparfunktion wird für den Enpoint Port aktiviert. Root&Endpoint Ports Die Energiesparfunktion wird für den Root und Endpoint Port aktiviert. ASPM L1³) Option zum Einstellen der L1 Energie- sparfunktion. Der Stromverbrauch ist niedriger als bei L0, die Ausstiegslatenz ist jedoch höher. URR Unsupported Request (UR) Reporting Option zum Benachrichtigen von nicht- unterstützten Anfragen. Das Aufzeichnen der Fehlermeldungen, welche vom Root Port empfangen werden, wird exklusiv über das Root Control Register kontrol- liert. Disabled Deaktivierung der Funktion. Disabled Deaktivierung der Funktion. Disabled Deaktivierung der Funktion.	Automatic ASPM ²⁾		Auto	
Sparfunktion. Root Port Only Die Energiesparfunktion wird für den Root Port aktiviert. Endpoint Port Only Die Energiesparfunktion wird für den Enpoint Port aktiviert. Root&Endpoint Ports Die Energiesparfunktion wird für den Enpoint Port aktiviert. Root&Endpoint Ports Die Energiesparfunktion wird für den Root und Endpoint Port aktiviert. ASPM L13) Option zum Einstellen der L1 Energiesparfunktion. Der Stromverbrauch ist niedriger als bei L0, die Ausstiegslatenz ist jedoch höher. URR Unsupported Request (UR) Reporting Option zum Benachrichtigen von nichtunterstützten Afragen. Das Aufzeichnen der Fehlermeldungen, welche vom Root Port empfangen werden, wird exklusiv über das Root Control Register kontrolliert.		ASPM.	Manual	BIOS Einstellung "ASPM L0s" und
ASPM L1 ³⁾ Option zum Einstellen der L1 Energiesparfunktion. Der Stromverbrauch ist niedriger als bei L0, die Ausstiegslatenz ist jedoch höher. URR Unsupported Request (UR) Reporting Option zum Benachrichtigen von nichtunterstützten Anfragen. Das Aufzeichnen der Fehlermeldungen, welche vom Root Port empfangen werden, wird exklusiv über das Root Control Register kontrolliert. Endpoint Port Only Die Energiesparfunktion wird für den Root und Endpoint Port aktiviert. Die Energiesparfunktion wird für den Root und Endpoint Port aktiviert. Die Energiesparfunktion wird für den Root und Endpoint Port aktiviert. Die Energiesparfunktion wird für den Root und Endpoint Port aktiviert. Die Die Austivierung der Funktion. Deaktivierung der Funktion. Disabled Deaktivierung der Funktion.	ASPM L0s3)	Option zum Einstellen der L0 Energie-	Disabled	Deaktivierung der Funktion.
Enpoint Port aktiviert. Root&Endpoint Ports Die Energiesparfunktion wird für den Root und Endpoint Port aktiviert. ASPM L1³) Option zum Einstellen der L1 Energiesparfunktion. Der Stromverbrauch ist niedriger als bei L0, die Ausstiegslatenz ist jedoch höher. URR Unsupported Request (UR) Reporting Option zum Benachrichtigen von nichtunterstützten Anfragen. Das Aufzeichnen der Fehlermeldungen, welche vom Root Port empfangen werden, wird exklusiv über das Root Control Register kontrolliert.		sparfunktion.	Root Port Only	
ASPM L1 ³⁾ Option zum Einstellen der L1 Energie- sparfunktion. Der Stromverbrauch ist niedriger als bei L0, die Ausstiegslatenz ist jedoch höher. URR Unsupported Request (UR) Reporting Option zum Benachrichtigen von nicht- unterstützten Anfragen. Das Aufzeichnen der Fehlermeldungen, welche vom Root Port empfangen werden, wird exklusiv über das Root Control Register kontrol- liert. Root und Endpoint Port aktiviert. Aktivierung der Funktion. Diabled Disabled Disabled Deaktivierung der Funktion. Disabled Disabled Deaktivierung der Funktion.			Endpoint Port Only	
sparfunktion. Der Stromverbrauch ist niedriger als bei L0, die Ausstiegslatenz ist jedoch höher. URR Unsupported Request (UR) Reporting Option zum Benachrichtigen von nicht- unterstützten Anfragen. Das Aufzeichnen der Fehlermeldungen, welche vom Root Port empfangen werden, wird exklusiv über das Root Control Register kontrol- liert. Diabled Deaktivierung der Funktion. Disabled Deaktivierung der Funktion.			Root&Endpoint Ports	
niedriger als bei L0, die Ausstiegslatenz ist jedoch höher. URR Unsupported Request (UR) Reporting Option zum Benachrichtigen von nicht- unterstützten Anfragen. Das Aufzeichnen der Fehlermeldungen, welche vom Root Port empfangen werden, wird exklusiv über das Root Control Register kontrol- liert. Enabled Aktivierung der Funktion. Disabled Deaktivierung der Funktion.	ASPM L13)			Aktivierung der Funktion.
Option zum Benachrichtigen von nicht- unterstützten Anfragen. Das Aufzeichnen der Fehlermeldungen, welche vom Root Port empfangen werden, wird exklusiv über das Root Control Register kontrol- liert. Disabled Disabled Disabled		niedriger als bei L0, die Ausstiegslatenz	Diabled	Deaktivierung der Funktion.
unterstützten Anfragen. Das Aufzeichnen der Fehlermeldungen, welche vom Root Port empfangen werden, wird exklusiv über das Root Control Register kontrolliert.	URR	Unsupported Request (UR) Reporting	Enabled	Aktivierung der Funktion.
		unterstützten Anfragen. Das Aufzeichnen der Fehlermeldungen, welche vom Root Port empfangen werden, wird exklusiv über das Root Control Register kontrol-	Disabled	Deaktivierung der Funktion.
	FER	Fatal Error Reporting	Enabled	Aktivierung der Funktion.

Tabelle 89: US15W Advanced - PCI Express Root Port 1 Einstellmöglichkeiten

BIOS Einstellung	Bedeutung	Einstellmöglichkeiten	Wirkung
	Option zum Benachrichtigen von schwe- ren Fehlern. Bei einem Multifunktionsge- rät werden alle Funktionen innerhalb des Gerätes überwacht. Für den Root Port tritt der Report intern innerhalb des Root Complex auf.	Disabled	Deaktivierung der Funktion.
NFER	Non-Fatal Error Reporting	Enabled	Aktivierung der Funktion.
	Option zum Benachrichtigen von nicht- schweren Fehlern. Bei einem Multifunk- tionsgerät werden alle Funktionen inner- halb des Gerätes überwacht. Für den Root Port tritt der Report intern innerhalb des Root Complex auf.	Disabled	Deaktivierung der Funktion.
CER	Correctable Error Reporting	Enabled	Aktivierung der Funktion.
	Option zum Benachrichtigen von nicht- schweren Fehlern. Bei einem Multifunk- tionsgerät werden alle Funktionen inner- halb des Gerätes überwacht. Für den Root Port tritt der Report intern innerhalb des Root Complex auf.	Disabled	Deaktivierung der Funktion.
СТО	PCI Express Completion Timer T0	Enabled	Aktivierung der Funktion.
	Mit dieser Option wird der PCI Express Completion Timer aktiviert / deaktiviert.	Disabled	Deaktivierung der Funktion.
	Information: Wenn das System ein ROB (Processor Reorder Buffer) Timeout entdeckt hat, sollte diese Einstellung auf Enabled gestellt werden.		
SEFE	System Error on Fatal Error	Enabled	Aktivierung der Funktion.
	Option zum Generieren eines System Er- rors, wenn ein schwerer Fehler von ei- nem Gerät am Root Port oder dem Root Port selbst gemeldet wird.	Disabled	Deaktivierung der Funktion.
SENFE	System Error on Non-Fatal Error	Enabled	Aktivierung der Funktion.
	Option zum Generieren eines System Errors, wenn ein nicht-schwerer Fehler von einem Gerät am Root Port oder dem Root Port selbst gemeldet wird.	Disabled	Deaktivierung der Funktion.
SECE	System Error on Correctable Error	Enabled	Aktivierung der Funktion.
	Option zum Generieren eines System Errors, wenn ein korrigierbarer Fehler von einem Gerät am Root Port oder dem Root Port selbst gemeldet wird.	Disabled	Deaktivierung der Funktion.
PME Interrupt	Power Management Event Interrupt Option zum Generieren eines PME Interrupts.	Enabled	Aktivierung der Funktion. Beim Empfang einer PME Benachrichti- gung wird ein PME Interrupt ausgelöst.
	Ein Interrupt wird beim Empfang einer PME Message von einem PCIe Gerät generiert.	Disabled	Deaktivierung der Funktion.
PME SCI	Option zum Generieren eines SCI wenn ein Power Management erkannt wird.	Enabled	Aktivierung der Funktion. Der Root-Port wird aktiviert um SCI zu generieren wenn ein Power Manage- ment erkannt wird.
		Disabled	Deaktivierung der Funktion.

Tabelle 89: US15W Advanced - PCI Express Root Port 1 Einstellmöglichkeiten

Software • BIOS Optionen

BIOS Einstellung	Bedeutung	Einstellmöglichkeiten	Wirkung
Hot Plug SCI	Option zum Generieren eines SCI wenn ein Hot-Plug erkannt wird.	Enabled	Aktivierung der Funktion. Der Root-Port wird aktiviert um SCI zu generieren wenn ein Hot-Plug erkannt wird.
		Disabled	Deaktivierung der Funktion.

Tabelle 89: US15W Advanced - PCI Express Root Port 1 Einstellmöglichkeiten

- 1) Diese Einstellungen sind nur möglich, wenn VC1 Enable auf Auto eingestellt ist.
- 2) Diese Einstellungen sind nur möglich, wenn ASPM auf Enabled eingestellt ist.
- 3) Diese Einstellungen sind nur möglich, wenn Automatic ASPM auf Manual eingestellt ist.

1.5.10 PCI Express Root Port 2

Warnung!

Unbedachte Einstellungen können eine Instabilität oder Geräteprobleme verursachen. Es wird daher ausdrücklich empfohlen, Änderungen der Einstellungen nur von erfahrenen Benutzern vornehmen zu lassen.

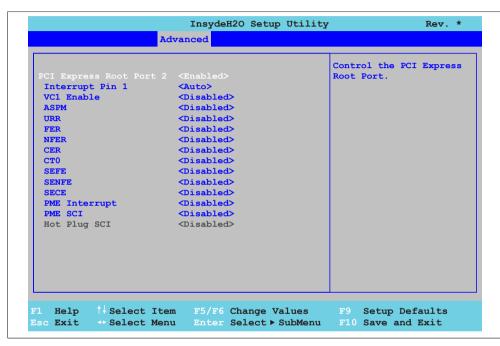


Abbildung 67: US15W Advanced - PCI Express Root Port 2

BIOS Einstellung	Bedeutung	Einstellmöglichkeiten	Wirkung
PCI Express Root Port	Mit dieser Option wird der PCI Express	Enabled	PCI Express Root Port 2 wird aktiviert.
2	Root Port 2 aktiviert / deaktiviert.	Disabled	PCI Express Root Port 2 wird deaktiviert.
Interrupt Pin 1	Information:	Auto	IRQ für Root Port 2 aktiviert.
	I illioilliation.	Disabled	IRQ für Root Port 2 deaktiviert.
	Bei der Verwendung von ARwin und/oder einer Feldbus Karte muss diese Funktion deaktiviert werden.		
VC1 Enable	Virtual Channel 1	Auto	Einstellen der Zuordnung unter der BIOS Einstellung "VC1/TC Mapping".
		Disabled	Deaktivierung der Funktion. Es wird automatisch die TC0 Traffic Klasse verwendet und auf den VC0 Vir- tual Channel gemapped.

Tabelle 90: US15W Advanced - PCI Express Root Port 2 Einstellmöglichkeiten

BIOS Einstellung	Bedeutung	Einstellmöglichkeiten	Wirkung
VC1/TC Mapping ¹⁾	Mit dieser Option wird eingestellt, wel-	TC0	TBD
	cher Traffic auf welchen Virtual Channel gemapped wird.	TC1	Die TC1 Traffic Klasse wird manuell auf den VC1 Virtual Channel gemapped.
		TC2	Die TC2 Traffic Klasse wird manuell auf den VC1 Virtual Channel gemapped.
		TC3	Die TC3 Traffic Klasse wird manuell auf den VC1 Virtual Channel gemapped.
		TC4	Die TC4 Traffic Klasse wird manuell auf
		TC5	den VC1 Virtual Channel gemapped. Die TC5 Traffic Klasse wird manuell auf
			den VC1 Virtual Channel gemapped.
		TC6	Die TC6 Traffic Klasse wird manuell auf den VC1 Virtual Channel gemapped.
		TC7	Die TC7 Traffic Klasse wird manuell auf den VC1 Virtual Channel gemapped.
ASPM	Active State Power Management	Enabled	Aktivierung der Funktion.
	Option zum Einstellen einer Energiespar- funktion (L0s/L1) für PCIE Links wenn diese nicht sämtliche Leistung benötigen.	Disabled	Deaktivierung der Funktion.
Automatic ASPM ²⁾	Option zum Konfigurieren der automati- schen oder manuellen Zuordnung des	Auto	Automatische Zuordnung durch das BIOS und das Betriebssystem.
	ASPM.	Manual	Einstellen der Zuordnung unter der BIOS Einstellung "ASPM L0s" und "ASPM L1".
ASPM L0s3)	Option zum Einstellen der L0 Energie-	Disabled	Deaktivierung der Funktion.
	sparfunktion.	Root Port Only	Die Energiesparfunktion wird für den Root Port aktiviert.
		Endpoint Port Only	Die Energiesparfunktion wird für den Endpoint Port aktiviert.
		Root&Endpoint Ports	Die Energiesparfunktion wird für den Root und Endpoint Port aktiviert.
ASPM L13)	Option zum Einstellen der L1 Energie-	Enabled	Aktivierung der Funktion.
	sparfunktion. Der Stromverbrauch ist niedriger als bei L0, die Ausstiegslatenz ist jedoch höher.	Diabled	Deaktivierung der Funktion.
URR	Unsupported Request (UR) Reporting	Enabled	Aktivierung der Funktion.
	Option zum Benachrichtigen von nicht- unterstützten Anfragen. Das Aufzeichnen der Fehlermeldungen, welche vom Root Port empfangen werden, wird exklusiv über das Root Control Register kontrol- liert.	Disabled	Deaktivierung der Funktion.
FER	Fatal Error Reporting	Enabled	Aktivierung der Funktion.
	Option zum Benachrichtigen von schweren Fehlern. Bei einem Multifunktionsge-	Disabled	Deaktivierung der Funktion.
	rät werden alle Funktionen innerhalb des Gerätes überwacht. Für den Root Port tritt der Report intern innerhalb des Root Complex auf.		
NFER	Non-Fatal Error Reporting	Enabled	Aktivierung der Funktion.
	Option zum Benachrichtigen von nicht- schweren Fehlern. Bei einem Multifunk- tionsgerät werden alle Funktionen inner- halb des Gerätes überwacht. Für den Root Port tritt der Report intern innerhalb	Disabled	Deaktivierung der Funktion.
CER	des Root Complex auf. Correctable Error Reporting	Enabled	Aktivierung der Funktion
OLK	Correctable Error Reporting	Enabled	Aktivierung der Funktion.

Tabelle 90: US15W Advanced - PCI Express Root Port 2 Einstellmöglichkeiten

BIOS Einstellung	Bedeutung	Einstellmöglichkeiten	Wirkung
	Option zum Benachrichtigen von nicht- schweren Fehlern. Bei einem Multifunk- tionsgerät werden alle Funktionen inner- halb des Gerätes überwacht. Für den Root Port tritt der Report intern innerhalb des Root Complex auf.	Disabled	Deaktivierung der Funktion.
СТО	PCI Express Completion Timer T0	Enabled	Aktivierung der Funktion.
	Mit dieser Option wird der PCI Express Completion Timer aktiviert / deaktiviert.	Disabled	Deaktivierung der Funktion.
	Information: Wenn das System ein ROB (Processor Reorder Buffer) Timeout entdeckt hat, sollte diese Einstellung auf Enabled gestellt werden.		
SEFE	System Error on Fatal Error	Enabled	Aktivierung der Funktion.
	Option zum Generieren eines System Er- rors, wenn ein schwerer Fehler von ei- nem Gerät am Root Port oder dem Root Port selbst gemeldet wird.	Disabled	Deaktivierung der Funktion.
SENFE	System Error on Non-Fatal Error	Enabled	Aktivierung der Funktion.
	Option zum Generieren eines System Errors, wenn ein nicht-schwerer Fehler von einem Gerät am Root Port oder dem Root Port selbst gemeldet wird.	Disabled	Deaktivierung der Funktion.
SECE	System Error on Correctable Error	Enabled	Aktivierung der Funktion.
	Option zum Generieren eines System Errors, wenn ein korrigierbarer Fehler von einem Gerät am Root Port oder dem Root Port selbst gemeldet wird.	Disabled	Deaktivierung der Funktion.
PME Interrupt	Power Management Event Interrupt Option zum Generieren eines PME Interrupts.	Enabled	Aktivierung der Funktion. Beim Empfang einer PME Benachrichtigung wird ein PME Interrupt ausgelöst.
	Ein Interrupt wird beim Empfang einer PME Message von einem PCIe Gerät generiert.	Disabled	Deaktivierung der Funktion.
PME SCI	Option zum Generieren eines SCI wenn ein Power Management erkannt wird.	Enabled	Aktivierung der Funktion. Der Root-Port wird aktiviert um SCI zu generieren wenn ein Power Management erkannt wird.
		Disabled	Deaktivierung der Funktion.
Hot Plug SCI	Option zum Generieren eines SCI wenn ein Hot-Plug erkannt wird.	Enabled	Aktivierung der Funktion. Der Root-Port wird aktiviert um SCI zu generieren wenn ein Hot-Plug erkannt wird.
		Disabled	Deaktivierung der Funktion.

Tabelle 90: US15W Advanced - PCI Express Root Port 2 Einstellmöglichkeiten

- 1) Diese Einstellungen sind nur möglich, wenn VC1 Enable auf Auto eingestellt ist.
- Diese Einstellungen sind nur möglich, wenn ASPM auf Enabled eingestellt ist.
- 3) Diese Einstellungen sind nur möglich, wenn Automatic ASPM auf Manual eingestellt ist.

1.6 Security

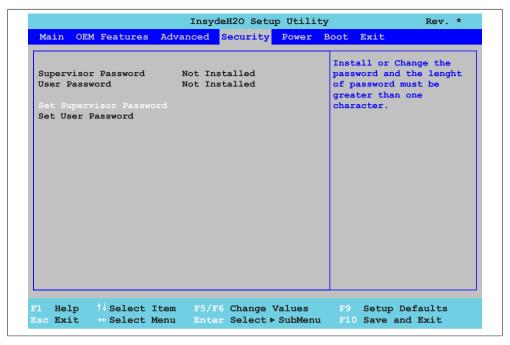


Abbildung 68: US15W Security - Menü

BIOS Einstellung	Bedeutung	Einstellmöglichkeiten	Wirkung
Supervisor Password	Anzeige ob ein Supervisor Passwort vorhanden ist oder nicht.	keine	-
User Password	Anzeige ob ein User Passwort vorhanden ist oder nicht.	keine	-
Set Supervisor Password	Funktion zum Eingeben/Ändern eines Supervisor Passwortes. Nur mit dem Su- pervisor Passwort können alle BIOS Ein- stellungen editiert werden.	Enter	Passwort eingeben.
Set User Password	Funktion zum Eingeben eines User Pass- wortes. Mit dem User Passwort können nur bestimmte BIOS Einstellungen edi- tiert werden.	Enter	Passwort eingeben.

Tabelle 91: US15W Security - Menü Einstellmöglichkeiten

1.7 Power

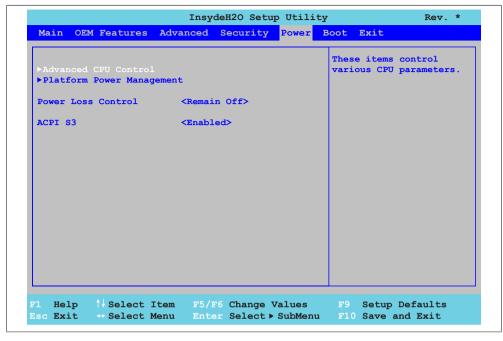


Abbildung 69: US15W Power - Menü

BIOS Einstellung	Bedeutung	Einstellmöglichkeiten	Wirkung
Advanced CPU Control	Konfiguration der Advanced CPU Control Einstellungen.	keine	öffnen des Submenüs siehe "Advanced CPU Control", auf Sei- te 172
Platform Power Ma- nagement	Konfiguration der Platform Power Ma- nagement Einstellungen.	keine	öffnen des Submenüs siehe "Platform Power Management", auf Seite 175
Power Loss Control	Loss Control Diese Option legt fest was nach einem Stromausfall passieren soll.	Remain Off	Gerät bleibt ausgeschaltet.
		Turn On	Gerät schaltet wieder ein.
ACPI S3	Über diese Option wird festgelegt, ob das	Enabled	Aktivierung der Funktion.
	Betriebssystem in den RAM geschrieben und nur dieser mit Strom versorgt werden soll.	Disabled	Deaktivierung der Funktion

Tabelle 92: US15W Power - Menü Einstellmöglichkeiten

1.7.1 Advanced CPU Control

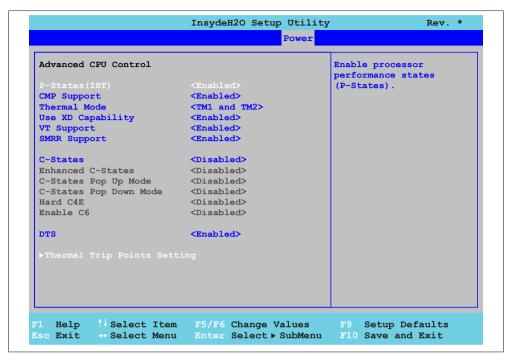


Abbildung 70: US15W Power - Advanced - CPU Control

BIOS Einstellung	Bedeutung	Einstellmöglichkeiten	Wirkung
P-States(IST)	Option zum Regeln der Intel(R) SpeedStep(TM) Technologie. Der Prozessor wird entsprechend der Menge von auszuführenden Berechnungen hochoder heruntergetaktet. Dadurch hängt der Energieverbrauch stark von der Auslastung des Prozessors ab.	Enabled	Die Prozessorgeschwindigkeit wird durch das Betriebssystem geregelt.
		Disabled	Deaktivierung der SpeedStep Technologie.
CMP Support	Diese Option unterstützt den Einsatz von	Enabled	Aktivierung der Funktion.
	mehreren CPUs (CMP=Core Multiprocessing). Information: Für die Verwendung von ARwin ist der CMP Support zwingend auszuschalten, da es ansonsten zu Laufzeitverletzungen kommen kann.	Disabled	Deaktivierung der Funktion.
Thermal Mode ¹⁾	Option zum Einstellen der Temperatur- überwachung.	Disabled	Die Temperaturüberwachung ist deaktiviert.
		TM1	Der Intel Thermal Mode 1 ist aktiviert. Ist eine zu hohe CPU Temperatur er- reicht, wird die Prozessorgeschwindig- keit um 50% reduziert.

Tabelle 93: US15W Power - Advanced CPU Control Einstellmöglichkeiten

BIOS Einstellung	Bedeutung	Einstellmöglichkeiten	Wirkung
	Information: Um den Prozessor innerhalb der Spezifikation zu betreiben, wird	TM2	Der Intel Thermal Mode 2 ist aktiviert. Ist eine zu hohe CPU Temperatur er- reicht, wird die Intel SpeedStep Techno- logy aktiviert.
	empfohlen die Defaulteinstellung (TM1 and TM2) nicht zu ändern.	TM1 and TM2	Der Intel Thermal Mode 1 und 2 ist aktiviert. Ist eine zu hohe CPU Temperatur erreicht, reduziert TM1 die Prozessorgeschwindigkeit um 50% und TM2 aktiviert die Intel SpeedStep Technology.
Use XD Capability	Diese Option ist ein Sicherheits-Feature,	Enabled	Aktivierung der Funktion.
	die bestimmte Datenregionen des Sys- temspeicher vor potentiell schädlichem Code schützt.	Disabled	Deaktivierung der Funktion.
VT Support	Option zum Aktivieren oder Deaktivieren einer Virtuellen Maschine.	Enabled	Ist die Funktion aktiviert, kann eine Virtulle Maschine die zusätzlichen Hardwarekapazitäten verwenden.
	Information: Um eine Änderung der Einstellung wirksam zu machen, ist ein Neustart erforderlich.	Disabled	Deaktivierung der Funktion.
SMRR Support	Das SMRR (System Management Range	Enabled	Aktivierung der Funktion.
	Register) limitiert chachespeicherbare Referenzen von Adressen in SMRAM um den Code im SMM (System Management Mode) laufen zu lassen. Unter Umständen könnte ein Eindring- ling, welcher als Administrator angemel- det ist, den Intel Prozessor konfigurieren um sich somit Zugang zum SMM zu ver- schaffen. Die Implementation von SMRR verringert dieses Risiko eines Fremdzu- griffes.	Disabled	Deaktivierung der Funktion.
C-States	Diese Einstellung erlaubt dem Betriebs- system die Taktfrequenz der Prozesso- ren selbst einzuteilen, es kann somit En- ergie gespart werden.	Enabled	Aktivierung der Funktion. Die Prozessoren werden mit unter- schiedlicher Frequenz betrieben, es kann somit Energie gespart werden.
		Disabled	Deaktivierung der Funktion. Beide Prozessoren werden mit der selben Frequenz betrieben.
Enhanced C-States ²⁾	Diese Einstellung erlaubt dem Betriebs-	Enabled	Aktivierung der Funktion.
	system die Taktfrequenz der Prozesso- ren selbst einzuteilen, es kann somit En- ergie gespart werden.	Disabled	Deaktivierung der Funktion.
C-State Pop Up Mode	Die Einstellung erlaubt es, Bus Master Anfragen zu erkennen und die Taktfre- quenz der Prozessoren selbst einzutei- len, es kann somit Energie gespart wer-	Enabled	Wenn der ICH eine Bus Master Anfrage erhält, wird das System von C3/C4 State auf C2 State gesetzt und der Bus Master wird automtisch aktiviert.
	den.	Disabled	Der Bus Master Datenverkehr ist ein Break Event und ICH wird versuchen in den C0 Zustand zurückzukehren.
C-State Pop Down Mode ³⁾	Die Einstellung erlaubt es, Bus Master Anfragen zu erkennen und die Taktfre- quenz der Prozessoren selbst einzutei-	Enabled	Wenn der ICH keine Bus Master Anfrage erhält, wird das System zurück auf C3/C4 State gesetzt.
	len, es kann somit Energie gespart werden.	Disabled	ICH wird nicht versuchen, automatisch in den C3/C4 State zurückzukehren.

Tabelle 93: US15W Power - Advanced CPU Control Einstellmöglichkeiten

Software • BIOS Optionen

BIOS Einstellung	Bedeutung	Einstellmöglichkeiten	Wirkung
Hard C4E ⁴⁾	Power Management des Intel Atom Prozessors - Enhanced C4 Unterstützung.	Enabled	Aktivierung der Funktion. Die CPU Spannung wird reduziert und der Memory Cache wird abegschaltet.
		Disabled	Deaktivierung der Funktion.
Enable C6	Power Management des Intel Atom Prozessors - C6 Unterstützung.	Enabled	Aktivierung der Funktion. Die interne CPU Spannung wird reduziert, diese kann auch 0 V betragen.
		Disabled	Deaktivierung der Funktion.
DTS	Option zum Aktivieren oder Deaktivieren	Enabled	Aktivierung der Funktion.
	der CPU Digital Thermal Sensor Funktion.	Disabled	Deaktivierung der Funktion.
Thermal Trip Points Setting ⁵⁾	Konfiguration der Thermal Trip Points Einstellungen.	Enter	öffnen der Submenüs siehe "Thermal Trip Points Settings", auf Seite 174

Tabelle 93: US15W Power - Advanced CPU Control Einstellmöglichkeiten

- 1) Diese Einstellungen sind nur möglich, wenn P-States(IST) auf Enabled eingestellt ist.
- 2) Diese Einstellungen sind nur möglich, wenn C-States auf Enabled eingestellt ist.
- 3) Diese Einstellungen sind nur möglich, wenn C-States Pop Up Mode auf Enabled eingestellt ist.
- 4) Diese Einstellungen sind nur möglich, wenn Enhanced C-States auf Enabled eingestellt ist.
- 5) Diese Einstellungen sind nur möglich, wenn DTS auf Enabled eingestellt ist.

1.7.1.1 Thermal Trip Points Settings

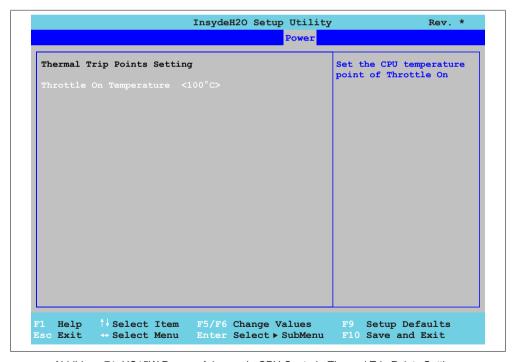


Abbildung 71: US15W Power - Advanced - CPU Control - Thermal Trip Points Settings

BIOS Einstellung	Bedeutung	Einstellmöglichkeiten	Wirkung
Throttle On Tempera-	Über diese Funktion wird eingestellt, bei	40°C, 45°C, 50°C, 55°C,	Temperatureinstellung für den Thermal
ture	welcher CPU Temperatur das Betriebs-	60°C, 65°C, 70°C,	Trip Point. In 5 Grad Schritten einstell-
	system das System drosselt.	75°C, 80°C, 85°C,	bar.
		90°C, 95°C, 100°C	

Tabelle 94: US15W Power - Advanced CPU Control - Thermal Trip Points Settings Einstellmöglichkeiten

1.7.2 Platform Power Management

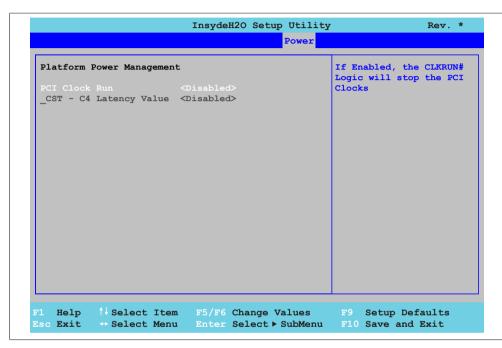


Abbildung 72: US15W Power - Platform Power Management

BIOS Einstellung	Bedeutung	Einstellmöglichkeiten	Wirkung
PCI Clock Run	Option zum Aktivieren / Deaktivieren der	Enabled	Aktivierung der Funktion.
	PCI Clocks um Energie zu sparen.	Diabled	Deaktivierung der Funktion.
_CST - C4 Latency Va-	Option zum Aktivieren / Deaktivieren der	Enabled	Aktivierung der Funktion.
lue ¹⁾	Latenzzeit für C4 C-States im ACPI _CST Objekt.	Disabled	Deaktivierung der Funktion.
	Information:		
	Genauere Informationen zu dieser Einstellung sind in der ACPI Sepzi-		
	fikation zu finden (<u>www.acpi.info</u>).		

Tabelle 95: US15W Power - Platform Power Management Einstellmöglichkeiten

Software • BIOS Optionen

BIOS Einstellung	Bedeutung	Einstellmöglichkeiten	Wirkung
C4 on C3 - Deeper	Verfeinerung der Energiesparfunktion bei	Enabled	Prozessor wird in C4 gebracht, wenn
Sleep ²⁾	einem ACPI Betriebssystem.		das Betriebssystem in einen C3 Zu-
			stand initiiert.
		Disabled	Deaktivierung der Funktion.

Tabelle 95: US15W Power - Platform Power Management Einstellmöglichkeiten

- 1) Diese Einstellungen sind nur möglich, wenn C-States im Menüpunkt Advanced CPU Control auf Enabled eingestellt ist.
- 2) Diese Einstellungen sind nur möglich, wenn _CST C4 Latency Value auf Enabled eingestellt ist.

1.8 Boot

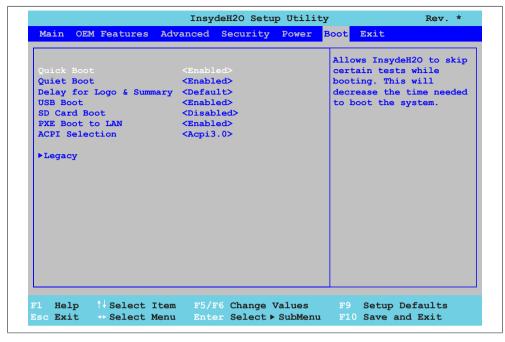


Abbildung 73: US15W Boot - Menü

BIOS Einstellung	Bedeutung	Einstellmöglichkeiten	Wirkung
Quick Boot	Diese Funktion verringert die Zeit zum	Enabled	Aktivierung der Funktion.
	Booten durch überspringen von einigen POST Tests.	Disabled	Deaktivierung der Funktion.
Quiet Boot	Bestimmt, ob POST Nachricht oder das OEM Logo (Default=schwarzer Hinter-	Enabled	Anzeige des OEM Logos anstatt der POST Nachricht.
	grund) angezeigt wird.	Disabled	Anzeige der POST Nachricht.
Delay for Logo & Sum- mary	Option zum Einstellen der Anzeigedauer des Logos und des Summary Screens.	Default	Die Anzeigedauer wird für einen schnellen Bootvorgang minimiert.
		1 Sec., 1.5 Sec., 2 Sec., 2.5 Sec., 3 Sec., 4 Sec., 5 Sec., 10 Sec., 20 Sec.	Es kann eine Anzeigedauer von x Se- kunden eingestellt werden.
USB Boot	Mit dieser Funktion kann das Booten von	Enabled	Aktivierung der Funktion.
	USB Geräten aktiviert / deaktiviert werden.	Disabled	Deaktivierung der Funktion.

Tabelle 96: US15W Boot - Menü Einstellmöglichkeiten

BIOS Einstellung	Bedeutung	Einstellmöglichkeiten	Wirkung
SD Card Boot	Mit dieser Funktion kann das Booten von	Enabled	Aktivierung der Funktion.
	SD Karten aktiviert / deaktiviert werden.	Disabled	Deaktivierung der Funktion.
	Warnung!		
	Der SD Memory Card Slot befindet sich noch in Entwicklung und ist nicht freigegeben. Das Stecken ei- ner SD Memory Karte kann zum De-		
	fekt des Gerätes führen! Es dürfen somit keine SD Memory Karten ge- steckt werden.		
PXE Boot to LAN	Mit dieser Funktion kann das Booten von	Enabled	Aktivierung der Funktion.
	LAN (ETH) aktiviert / deaktiviert werden.	Disabled	Deaktivierung der Funktion.
ACPI Selection	Option zum Einstellen der zu unterstützenden Energieoptionsspezifikationen. Die Nutzung der ACPI-Funktionen setzt eine entsprechende Unterstützung in den Treibern sowie in den eingesetzten Betriebssystemen voraus.	Acpi 1.0B	Nutzen der ACPI Funktionen gemäß v1.0B
		Acpi 3.0	Nutzen der ACPI Funktionen gemäß v3.0
		Acpi 4.0	Nutzen der ACPI Funktionen gemäß v4.0
Legacy	Konfiguration und Anzeige der Boot Reihenfolge.	Enter	öffnen des Submenüs siehe "Legacy", auf Seite 178

Tabelle 96: US15W Boot - Menü Einstellmöglichkeiten

1.8.1 Legacy

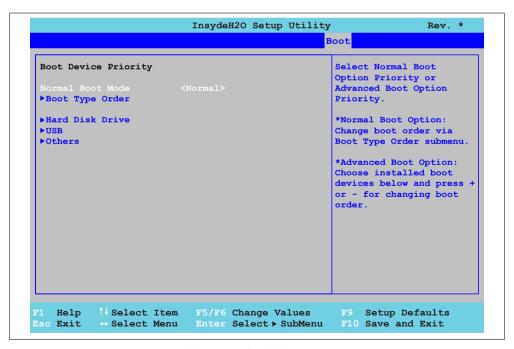


Abbildung 74: US15W Boot - Legacy

BIOS Einstellung	Bedeutung	Einstellmöglichkeiten	Wirkung
Normal Boot Mode	Konfiguration des Boot Modus.	Normal	Hier werden die Untermenüs angezeigt, in denen die Einstellungen zu Bootreihenfolge vorgenommen werden können.
		Advanced	Hier werden nur die Produktnamen der bootbaren gesteckten Medien ange- zeigt. Die Bootreihenfolge kann hier di- rekt vorgenommen werden.
Boot Type Order ¹⁾	Konfiguration der Boot Type Order Einstellungen.	Enter	öffnen des Submenüs siehe "Boot Type Order", auf Seite 179
Hard Disk Drive ¹⁾²⁾	Anzeige von gesteckten CompactFlash Karten.	Enter	öffnen des Submenüs siehe "Hard Disk Drive", auf Seite 180
USB ¹⁾³⁾	Anzeige von gesteckten USB Memory Sticks.	Enter	öffnen des Submenüs siehe "USB", auf Seite 181
Others ¹⁾⁴⁾	Anzeige des CPU Boards / Baseboards für PXE Boot mit den onboard Ethernet Schnittstellen.	Enter	öffnen des Submenüs siehe "Others", auf Seite 182

Tabelle 97: US15W Boot - Legacy Einstellmöglichkeiten

- 1) Diese Submenüs werden nur angezeigt, wenn Normal Boot Mode auf Normal eingestellt ist.
- 2) Wird nur bei gesteckter CompactFlash Karte angezeigt.
- 3) Wird nur bei gestecktem USB Memory Stick angezeigt.
- 4) Wird nur angezeigt, wenn PXE Boot to LAN im Boot Menü auf Enabled eingestellt ist.

1.8.1.1 Boot Type Order

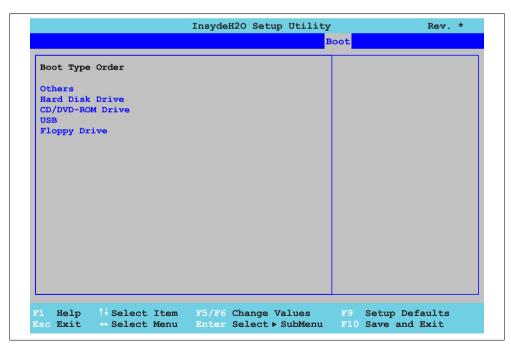


Abbildung 75: US15W Boot - Legacy - Boot Type Order

Software • BIOS Optionen

BIOS Einstellung	Bedeutung	Einstellmöglichkeiten	Wirkung
Others	Unter dieser Option können die Boot-	Others	Auswahl der gewünschten Reihenfolge.
Hard Disk Drive	Laufwerke eingestellt werden.	Hard Disk Drive	
CD/DVD-ROM Drive		CD/DVD-ROM Drive	
USB		USB	
Floppy Drive		Floppy Drive	

Tabelle 98: US15W Boot - Legacy - Boot Type Order Einstellmöglichkeiten

1.8.1.2 Hard Disk Drive

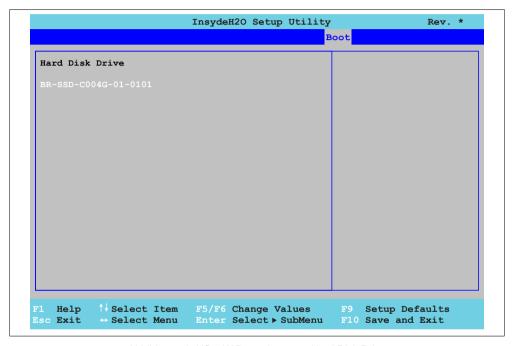


Abbildung 76: US15W Boot - Legacy - Hard Disk Drive

BIOS Einstellung	Bedeutung	Einstellmöglichkeiten	Wirkung
	Anzeige von gesteckten CompactFlash	keine	-
	Karten.		

Tabelle 99: US15W Boot - Legacy - Hard Disk Drive Einstellmöglichkeiten

1.8.1.3 USB

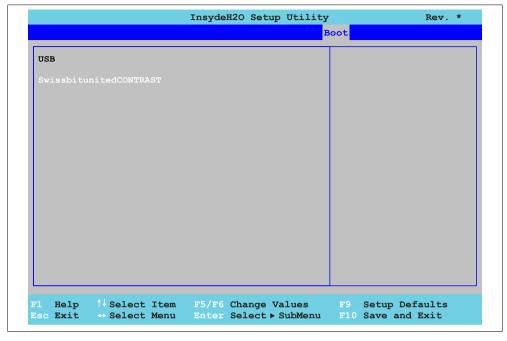


Abbildung 77: US15W Boot - Legacy - USB

BIOS Einstellung	Bedeutung	Einstellmöglichkeiten	Wirkung
	Anzeige von gesteckten USB Memory	keine	-
	Sticks.		

Tabelle 100: US15W Boot - Legacy - USB Einstellmöglichkeiten

1.8.1.4 Others

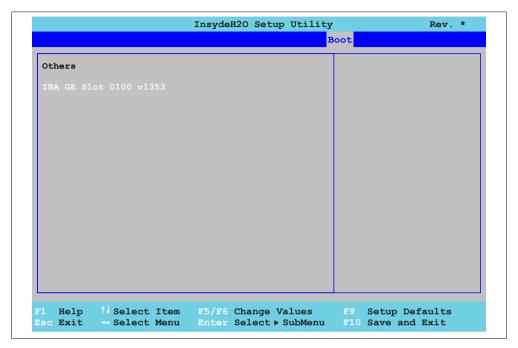


Abbildung 78: US15W Boot - Legacy - Others

BIOS Einstellung	Bedeutung	Einstellmöglichkeiten	Wirkung
-	Anzeige des CPU Boards / Baseboards für PXE Boot mit den onboard Ethernet Schnittstellen.	keine	-

Tabelle 101: US15W Boot - Legacy - Others Einstellmöglichkeiten

1.9 Exit

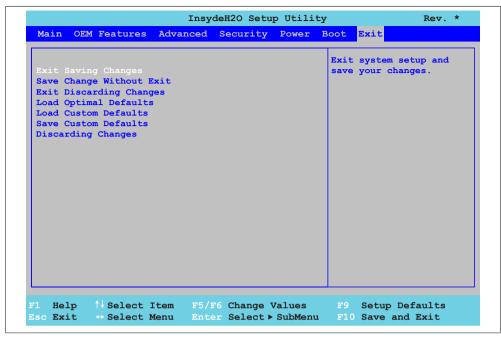


Abbildung 79: US15W Exit - Menü

BIOS Einstellung	Bedeutung	Einstellmöglichkeiten	Wirkung
Exit Saving Changes	Bei diesem Punkt wird das BIOS Setup beendet. Vorgenommene Änderungen werden nach Bestätigung im CMOS ge- speichert und das System wird rebootet.	OK / Cancel	
Save Change Without Exit	Bei diesem Punkt werden vorgenom- mene Änderungen nach Bestätigung im CMOS gespeichert.	OK / Cancel	
Exit Discarding Changes	Bei diesem Punkt wird das BIOS Setup beendet, ohne die vorgenommenen Än- derungen zu speichern. Das System wird zusätzlich rebootet.	OK / Cancel	
Load Optimal Defaults	Bei diesem Punkt werden die in Abhän- gigkeit der Mode / Node Schalter defi- nierten CMOS Default Werte geladen. Diese Werte werden für alle BIOS Ein- stellungen geladen und eingestellt.	OK / Cancel	
Load Custom Defaults	Bei diesem Punkt werden die in Abhän- gigkeit der Mode / Node Schalter defi- nierten CMOS Werte geladen. Diese Werte werden für alle BIOS Einstellun- gen geladen und eingestellt.	OK / Cancel	

Tabelle 102: US15W Exit - Menü Einstellmöglichkeiten

Software • BIOS Optionen

BIOS Einstellung	Bedeutung	Einstellmöglichkeiten	Wirkung
Save Custom Defaults	Bei diesem Punkt werden definierten CMOS Werte gespeichert. Diese Werte werden für alle BIOS Einstellungen ge- speichert.	OK / Cancel	
Discarding Changes	Werden Einstellungen vorgenommen und man weiß nicht mehr welche Einstellungen vorgenommen wurden, können diese wieder zurückgesetz werden, sofern diese nicht schon gespeichert wurden.	OK / Cancel	

Tabelle 102: US15W Exit - Menü Einstellmöglichkeiten

1.10 BIOS Defaulteinstellungen

Die nachfolgend aufgelisteten BIOS Einstellungen entsprechen jenen Einstellungen, welche nach dem Ausführen der Funktion "Load Setup Defaults" im BIOS Setup Hauptmenü "Exit" oder beim Drücken von <F9> bei den einzelnen BIOS Setup Seiten für diese BIOS Setup Seite optimierten Werte.

1.10.1 Main

Einstellung / Anzeige	Profil 0	Meine Einstellung
InsydeH2O Version	-	
Processor Type	-	
System Bus Speed	-	
System Memory Speed	-	
Cache RAM	-	
Total Memory	-	
SODIMM 0	-	
System Time	-	
System Date	-	

Tabelle 103: US15W - Main Profileinstellungsübersicht

1.10.2 OEM Features

Einstellung / Anzeige	Profil 0	Meine Einstellung
BIOS	-	
Boot Source	-	
MTCX	-	

Tabelle 104: US15W - OEM Features Profileinstellungsübersicht

1.10.2.1 Baseboard Features

Einstellung / Anzeige	Profil 0	Meine Einstellung
Device ID	-	
Compatibility ID	-	
Vendor ID	-	
Hardware Revision	-	
Serial Number	-	
Product Name	-	
Hardware Number	-	
Parent Device ID	-	
Parent Compatib. ID	-	
LAN1 MAC ADDRESS	-	
LPC Devices		
COMA	-	
Base I/O Address	3F8	
Interrupt	IRQ4	
Statistical Values		
Sensor 1	-	
Sensor 2	-	

Tabelle 105: US15W - Baseboard Features Profileinstellungsübersicht

Software • BIOS Optionen

Einstellung / Anzeige	Profil 0	Meine Einstellung
Sensor 3	-	
Total Hours	-	
Power On Cyles	-	
Temperature Values		
Refresh Values	-	
Sensor 1	-	
Sensor 2	-	
Sensor 3	-	
Temperature Values		
Wcpu	-	
Vin	-	
Battery Voltage	-	
Battery State	-	

Tabelle 105: US15W - Baseboard Features Profileinstellungsübersicht

1.10.2.2 Display Features

Einstellung / Anzeige	Profil 0	Meine Einstellung
Device ID	-	
Compatibility ID	-	
Vendor ID	-	
Hardware Revision	-	
Serial Number	-	
Product Name	-	
Hardware Number	-	
Parent Device ID	-	
Parent Compatib. ID	-	
Brightness	Auto	
LPC Devices		
СОМВ	-	
Base I/O Address	2F8	
Interrupt	IRQ3	
Statistical Values		
Sensor 1	-	
Total Hours	-	
Power On Cycles	-	
Temperature Values		
Refresh Values	-	
Sensor 1	-	

Tabelle 106: US15W - Display Features Profileinstellungsübersicht

1.10.2.3 IF Module Features

Einstellung / Anzeige	Profil 0	Meine Einstellung
Device ID	-	
Compatibility ID	-	
Vendor ID	-	
Hardware Revision	-	

Tabelle 107: US15W - IF Module Features Profileinstellungsübersicht

Einstellung / Anzeige	Profil 0	Meine Einstellung
Serial Number	-	
Product Name	-	
Hardware Number	-	
Parent Device ID	-	
Parent Compatib. ID	-	
LAN2 MAC ADDRESS	-	
Statistical Values		
Total Hours	-	
Power On Cycles	-	

Tabelle 107: US15W - IF Module Features Profileinstellungsübersicht

1.10.2.4 RAM Features

Einstellung / Anzeige	Profil 0	Meine Einstellung
Device ID	-	
Compatibility ID	-	
Vendor ID	-	
Hardware Revision	-	
Serial Number	-	
Product Name	-	
Hardware Number	-	
Parent Device ID	-	
Parent Compatib. ID	-	

Tabelle 108: US15W - RAM Features Profileinstellungsübersicht

1.10.3 Advanced

1.10.3.1 RAM Configuration

Einstellung / Anzeige	Profil 0	Meine Einstellung
Refresh Rate	Auto	

Tabelle 109: US15W - RAM Configuration Profileinstellungsübersicht

1.10.3.2 Boot Configuration

Einstellung / Anzeige	Profil 0	Meine Einstellung
Numlock	On	

Tabelle 110: US15W - Boot Configuration Profileinstellungsübersicht

1.10.3.3 Peripheral Configuration

Einstellung / Anzeige	Profil 0	Meine Einstellung
High Definition Audio	Auto	

Tabelle 111: US15W - Peripheral Configuration Profileinstellungsübersicht

1.10.3.4 IDE Configuration

Einstellung / Anzeige	Profil 0	Meine Einstellung
Channel 1 Master		
Transfer Mode	-	
Security Mode	-	
Channel 1 Slave		
Transfer Mode	-	
Security Mode	-	

Tabelle 112: US15W - IDE Configuration Profileinstellungsübersicht

1.10.3.5 Video Configuration

Einstellung / Anzeige	Profil 0	Meine Einstellung
IGD - Pre-Allocated Memory	UMA = 8MB	
IGD - Boot Type	VBIOS Default	
IGD - LCD Panel Type	640x480 (5.7) LVDS	

Tabelle 113: US15W - Video Configuration Profileinstellungsübersicht

1.10.3.6 USB Configuration

Einstellung / Anzeige	Profil 0	Meine Einstellung
USB Legacy	Enabled	
EHCI 1	Enabled	
UHCI 1	Enabled	
UHCI 2	Enabled	
UHCI 3	Enabled	
USB Client	Disabled	

Tabelle 114: US15W - USB Configuration Profileinstellungsübersicht

1.10.3.7 SDIO Configuration

Einstellung / Anzeige	Profil 0	Meine Einstellung
SDIO Port 1	Enabled	
SDIO Port 2	Enabled	

Tabelle 115: US15W - SDIO Configuration Profileinstellungsübersicht

1.10.3.8 ACPI Table/Features Control

Einstellung / Anzeige	Profil 0	Meine Einstellung
FACP - C2 Latency Value	Enabled	
FACP - C3 Latency Value	Enabled	
HPET - HPET Support	Enabled	
FACP - RTC S4 Wakeup	Enabled	
APIC - IO APIC Mode	Enabled	

Tabelle 116: US15W - ACPI Table/Features Control Profileinstellungsübersicht

1.10.3.9 PCI Express Root Port 1

Einstellung / Anzeige	Profil 0	Meine Einstellung
PCI Express Root Port 1	Enabled	
Interrupt Pin 0	Auto	
VC1 Enable	Disabled	
VC1/TC Mapping	Disabled	
ASPM	Disabled	
Automatic ASPM	Disabled	
ASPM L0s	Disabled	
ASPM L1s	Disabled	
URR	Disabled	
FER	Disabled	
NFER	Disabled	
CER	Disabled	
CT0	Disabled	
SEFE	Disabled	
SENFE	Disabled	
SECE	Disabled	
PME Interrupt	Disabled	
PME SCI	Disabled	
Hot Plug SCI	Disabled	

Tabelle 117: US15W - PCI Express Root Port 1 Profileinstellungsübersicht

1.10.3.10 PCI Express Root Port 2

Einstellung / Anzeige	Profil 0	Meine Einstellung
PCI Express Root Port 2	Enabled	
Interrupt Pin 1	Auto	
VC1 Enable	Disabled	
VC1/TC Mapping	Disabled	
ASPM	Disabled	
Automatic ASPM	Disabled	
ASPM L0s	Disabled	
ASPM L1s	Disabled	
URR	Disabled	
FER	Disabled	
NFER	Disabled	
CER	Disabled	
CT0	Disabled	
SEFE	Disabled	
SENFE	Disabled	
SECE	Disabled	
PME Interrupt	Disabled	
PME SCI	Disabled	
Hot Plug SCI	Disabled	

Tabelle 118: US15W - PCI Express Root Port 2 Profileinstellungsübersicht

1.10.4 Power

Einstellung / Anzeige	Profil 0	Meine Einstellung
Power Loss Control	Remain Off	
ACPI S3	Enabled	

Tabelle 119: US15W - Power Profileinstellungsübersicht

1.10.4.1 Advanced CPU Control

Einstellung / Anzeige	Profil 0	Meine Einstellung
P-States(IST)	Enabled	
CMP Support	Enabled	
Thermal Mode	TM1 and TM2	
Use XD Capability	Enabled	
VT Support	Enabled	
SMRR Support	Enabled	
C-States	Disabled	
Enhanced C-States	Disabled	
C-States Pop Up Mode	Disabled	
C-States Pop Down Mode	Disabled	
Hard C4E	Disabled	
Enable C6	Disabled	
DTS	Enabled	
Thermal Trip Point Settings		
Throttle On Temperature	100°C	

Tabelle 120: US15W - Advanced CPU Control Profileinstellungsübersicht

1.10.4.2 Platform Power Management

Einstellung / Anzeige	Profil 0	Meine Einstellung
PCI Clock Run	Disabled	
_CST - C4 Latency Value	Disabled	
C4 on C3 - Deeper Sleep	Disabled	

Tabelle 121: US15W - Platform Power Management Profileinstellungsübersicht

1.10.5 Boot

Einstellung / Anzeige	Profil 0	Meine Einstellung
Quick Boot	Enabled	
Quiet Boot	Enabled	
Delay for Logo & Summary	Default	
USB Boot	Enabled	
SD Card Boot	Disabled	
PXE Boot to LAN	Disabled	
ACPI Selection	Acpi3.0	

Tabelle 122: US15W - Boot Profileinstellungsübersicht

1.11 Ressourcenaufteilung

1.11.1 RAM-Adressbelegung

RAM Adresse	Adresse in Hex	Ressource
(TOM - FB ¹⁾) – TOM ²⁾	N.A.	ACPI reclaim, MPS und NVS area3)
(TOM - FB - TSEG4)) - (TOM - FB)	N.A.	VGA frame buffer ⁵⁾
1024 kB – (TOM - 8 MB - 192 kB)	100000h - N.A.	Extended memory
869 kB – 1024 kB	0E0000h - 0FFFFFh	Runtime BIOS
832 kB – 869 kB	0D0000h - 0DFFFFh	Upper memory
640 kB – 832 kB	0A0000h - 0CFFFFh	Video memory and BIOS
639 kB – 640 kB	09FC00h - 09FFFFh	Extended BIOS data
0 – 639 kB	000000h - 09FC00h	Conventional memory

Tabelle 123: RAM-Adressbelegung

- 1) FB VGA frame buffer
- 2) TOM Top of memory: max. installierter DRAM
- 3) Nur wenn ACPI Aware OS im Setup auf "YES" eingestellt ist.
- 4) TSEG Intern vorgesehen beim System BIOS für SMI Handling.
- 5) Der VGA Grafikspeicher kann im Setup auf 1 MB reduziert werden.

1.11.2 I/O-Adressbelegung

I/O Adresse	Ressource
0000h - 00FFh	Motherboard Resourcen
01F0h - 01F7h	Primary IDE Kanal
03B0h - 03DFh	Video System
03F6h - 03F6h	Primary IDE Kanal Kommando Port
03F7h - 03F7h	Primary IDE Kanal Status Port
03F8h - 03FFh	COM1
0480h - 04BFh	Motherboard Resourcen
04D0h - 04D1h	Motherboard Resourcen
0800h - 087Fh	Motherboard Resourcen
0CF8h - 0CFBh	PCI Config Address Register
0CFCh - 0CFFh	PCI Config Data Register
0D00h - FFFFh	PCI / PCI Express Bus¹)
4100h - 417Fh	MTCX
FF00h - FF07h	IDE Bus Master Register

Tabelle 124: I/O-Adressbelegung

1.11.3 Interrupt- Zuweisungen in PIC Mode

IRQ	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	NMI	NONE
Systemtimer	•																	
Tastatur		•																
IRQ Kaskade			•															
COM1 (Serial port A)				0	•	0	0				0	0	0					
COM2 (Serial port B)				•	0	0	0				0	0	0					
ACPI ¹⁾										•								

Tabelle 125: IRQ Interrupt Zuweisungen PIC Mode

Das BIOS weist dem PCI und PCI Express Bus I/O Resourcen von FFF0h abwärts zu. Nicht PnP/PCI/PCI Express f\u00e4hige Ger\u00e4te d\u00fcrfen
die I/O Resourcen in diesem Bereich nicht verwenden.

Software • BIOS Optionen

IRQ	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	NMI	NONE
Echtzeituhr									•									
Coprozessor (FPU)														•				
Primär IDE Kanal															•			
Secondary IDE Kanal																•		

Tabelle 125: IRQ Interrupt Zuweisungen PIC Mode

- 1) Advanced Configuration and Power Interface.
- ... Standardeinstellung
- o ... mögliche Einstellung

1.11.4 Interrupt- Zuweisungen in APIC Mode

Im APIC (Advanced Programmable Interrupt Controller) Mode stehen ingesamt 23 IRQs zur Verfügung. Die Aktivierung der Option wird nur dann wirksam, wenn diese vor der Installation des Betriebssystems aktiviert wird.

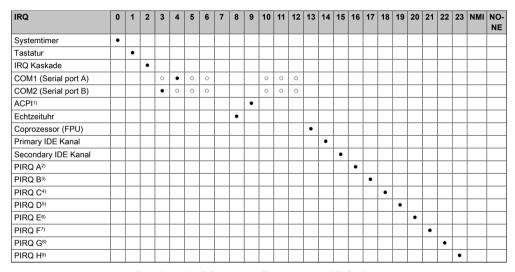


Tabelle 126: IRQ Interrupt Zuweisungen APIC Mode

- 1) Advanced Configuration and Power Interface.
- 2) PIRQ A: für IF Board; GMA500 Grafikcontroller, LPC, Root Port 1, Ethernet Controller, USB Client
- 3) PIRQ B: für IF Board; Root Port 2
- 4) PIRQ C: für IF Board
- 5) PIRQ D: für IF Board; HDA Audio
- 6) PIRQ E: UHCI Host Controller 0, SDIO 0 Controller
- 7) PIRQ F: UHCI Host Controller 1, SDIO 1 Controller
- 8) PIRQ G: UHCI Host Controller 2, SDIO 2 Controller
- 9) PIRQ H: EHCI Host Controller
- ... Standardeinstellung
- o ... mögliche Einstellung

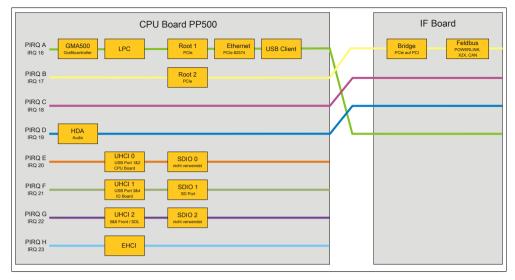


Abbildung 80: Interrupt Routing mit aktiviertem APIC - ab BIOS Version N0.15

2 Windows XP Professional

2.1 Bestelldaten

Bestellnummer	Kurzbeschreibung	Abbildung
	Windows XP Professional	
5SWWXP.0600-ENG	Microsoft OEM Windows XP Professional Service Pack 3, CD, Englisch. Lieferung nur in Verbindung mit einem Gerät.	
5SWWXP.0600-GER	Microsoft OEM Windows XP Professional Service Pack 3, CD, Deutsch. Lieferung nur in Verbindung mit einem Gerät.	Microsoft
5SWWXP.0600-MUL	Microsoft OEM Windows XP Professional Service Pack 3, CD, Multilanguage. Lieferung nur in Verbin- dung mit einem Gerät.	Windowsxp
	Erforderliches Zubehör	Professional
	CompactFlash	Professional
5CFCRD.016G-04	CompactFlash 16 GByte B&R	
5CFCRD.4096-03	CompactFlash 4 GByte Western Digital	
5CFCRD.4096-04	CompactFlash 4 GByte B&R	
5CFCRD.8192-03	CompactFlash 8 GByte Western Digital	
5CFCRD.8192-04	CompactFlash 8 GByte B&R	

Tabelle 127: 5SWWXP.0600-ENG, 5SWWXP.0600-GER, 5SWWXP.0600-MUL - Bestelldaten

2.2 Übersicht

Materialnummer	Edition	Zielsystem	Chipsatz	Service Pack	Sprache	Vorinstal- liert	Benötigter Speicherplatz auf CF/HDD	Mindestgröße Arbeitsspeicher
5SWWXP.0600- ENG	Professional	APC620 APC810 APC820 PPC700 PPC725 PPC800 PP500	945GME GM45 US15W	SP3	Englisch	auf Wunsch	≤ 2,1 GByte	128 MByte
5SWWXP.0600- GER	Professional	APC620 APC810 APC820 PPC700 PPC725 PPC800 PP500	945GME GM45 US15W	SP3	Deutsch	auf Wunsch	≤ 2,1 GByte	128 MByte
5SWWXP.0600- MUL	Professional	APC620 APC810 APC820 PPC700 PPC725 PPC800 PP500	945GME GM45 US15W	SP3	Multilan- guage	auf Wunsch	≤ 2,1 GByte	128 MByte

2.3 Installation

Auf Wunsch wird die benötigte Windows XP Professional Version schon im Hause B&R auf dem gewünschten Massenspeicher (z.B. CompactFlash Karte, etc.) vorinstalliert. Dabei werden auch alle notwendigen Treiber (Grafik, Netzwerk, usw.) für den Betrieb mitinstalliert.

2.4 Treiber

Aktuelle Treiber für alle freigegebenen Betriebssysteme stehen im Downloadbereich (Service - Produktbezogene Downloads - BIOS / Treiber / Updates) der B&R Homepage www.br-automation.com zum Download bereit.

Information:

Benötigte Treiber sind nur von der B&R Homepage, nicht aber von den Herstellerseiten, herunterzuladen.

3 Windows 7

3.1 Allgemeines

Windows® 7 bietet eine Vielzahl innovativer Features und Leistungsverbesserungen. Schnelleres Versetzen in den Energiesparmodus, schnelleres Wiederherstellen, geringere Speichernutzung und schnelleres Erkennen von USB-Geräten sind nur einige der Vorteile, die Windows® 7 bietet. In der Professional Ausführung steht Windows® 7 in den Sprachvarianten Deutsch und Englisch zur Verfügung, während Windows® 7 Ultimate bis zu 35 Sprachen unterstützt. Eine Produktaktivierung ist beim Einsatz auf B&R PCs nicht erforderlich, ein großer Vorteil für einfache logistische Abläufe im Zuge der Maschinenautomatisierung.

Alle von B&R angebotenen Windows® Betriebssysteme stammen von der Microsoft Embedded Division. Dies bedeutet eine gegenüber dem Consumermarkt erheblich längere Verfügbarkeit.

3.2 Bestelldaten

Bestellnummer	Kurzbeschreibung	Abbildung
	Windows 7	
5SWWI7.0100-ENG	Microsoft OEM Windows 7 Professional 32-Bit, DVD,	Windows 7
	Englisch. Lieferung nur in Verbindung mit einem Ge-	
	rät.	
5SWWI7.0100-GER	Microsoft OEM Windows 7 Professional 32-Bit, DVD,	
	Deutsch. Lieferung nur in Verbindung mit einem Ge-	
	rät.	
5SWWI7.0300-MUL	Microsoft OEM Windows 7 Ultimate 32-Bit, DVD, Mul-	
	tilanguage. Lieferung nur in Verbindung mit einem	
	Gerät.	

Tabelle 128: 5SWWI7.0100-ENG, 5SWWI7.0100-GER, 5SWWI7.0300-MUL - Bestelldaten

3.3 Übersicht

Materialnummer	Edition	Zielsystem	Chipsatz	Architektur	Sprache	Vorinstal- liert	Benötigter Speicherplatz auf CF/HDD	Mindestgröße Arbeitsspeicher
5SWWI7.0100- ENG	Professional	PPC800 APC810 PP500	945GME GM45 US15W	32-Bit	Englisch	auf Wunsch	16 GByte	1 GByte
5SWWI7.0100- GER	Professional	PPC800 APC810 PP500	945GME GM45 US15W	32-Bit	Deutsch	auf Wunsch	16 GByte	1 GByte
5SWWI7.0300- MUL	Ultimate	PPC800 APC810 PP500	945GME GM45 US15W	32-Bit	Multilan- guage	auf Wunsch	16 GByte	1 GByte

3.4 Installation

Auf Wunsch wird die benötigte Windows 7 Version schon im Hause B&R auf dem gewünschten Massenspeicher (z.B. CompactFlash Karte, etc.) vorinstalliert. Dabei werden auch alle notwendigen Treiber (Grafik, Netzwerk, usw.) für den Betrieb mitinstalliert.

3.5 Treiber

Aktuelle Treiber für alle freigegebenen Betriebssysteme stehen im Downloadbereich (Service - Produktbezogene Downloads - BIOS / Treiber / Updates) der B&R Homepage www.br-automation.com zum Download bereit.

Information:

Benötigte Treiber sind nur von der B&R Homepage, nicht aber von den Herstellerseiten, herunterzuladen.

3.6 Eigenheiten, Einschränkungen

 In Windows 7 ist kein Beep.sys mehr enthalten, somit ist auch z.B. bei einem Tastendruck kein akustisches Signal mehr hörbar.

4 Windows Embedded Standard 2009

4.1 Allgemeines

Windows® Embedded Standard 2009 ist die modulare Variante von Windows® XP Professional. Es kommt zum Einsatz wenn XP Applikationen bei minimierter Betriebssystemgröße ablaufen sollen. In Kombination mit CompactFlash Speichern ermöglicht Windows® Embedded Standard 2009 den Einsatz des Microsoft Desktop Betriebssystems bei rauen Umgebungsbedingungen. Zusätzlich zu bekannten Features von Windows® XP Professional ist Windows® Embedded Standard 2009 durch einen Write Filter für einzelne Speicherpartitionen in Bezug auf die Zuverlässigkeit verbessert worden. Durch den Schutz einzelner Partitionen, wie der Bootpartition kann das PC System auch nach einem Stromausfall wieder problemlos gestartet werden. Um den Einstieg bei Windows® Embedded Standard 2009 so einfach wie möglich zu gestalten bietet B&R komplette Images für Industrie PCs, Power Panel und Mobile Panel an. Neben Windows® Embedded Standard 2009 steht auch das Standard Betriebssystem Windows® XP Professional in den Varianten deutsch, englisch und multilanguage zur Verfügung.

Windows® Embedded Standard 2009 basiert auf den gleichen Binaries wie Windows® XP Professional mit Serive Pack 3 und ist für die verwendete Hardware optimal zugeschnitten, d.h. es sind nur die Funktionen und Module enthalten, die für das jeweilige Gerät benötigt werden. Aufbauend auf der bewährten Codebasis von Windows® XP Professional mit SP3 liefert Windows® Embedded Standard 2009 in der Industrie führende Zuverlässigkeit, Sicherheitsverbesserungen und Performance zusammen mit den neuesten Möglichkeiten des Webbrowsing und umfangreiche Geräteunterstützung.

4.2 Bestelldaten

Bestellnummer	Kurzbeschreibung	Abbildung
	Windows Embedded Standard 2009	
5SWWXP.0736-ENG	Microsoft OEM Windows Embedded Standard 2009, Englisch; für PP500; CompactFlash separat bestellen (mind. 1 GByte)	Windows Embedded Standard 2009
	Erforderliches Zubehör	
	CompactFlash	
5CFCRD.016G-04	CompactFlash 16 GByte B&R	
5CFCRD.1024-03	CompactFlash 1 GByte Western Digital	
5CFCRD.1024-04	CompactFlash 1 GByte B&R	
5CFCRD.2048-03	CompactFlash 2 GByte Western Digital	
5CFCRD.2048-04	CompactFlash 2 GByte B&R	
5CFCRD.4096-03	CompactFlash 4 GByte Western Digital	
5CFCRD.4096-04	CompactFlash 4 GByte B&R	
5CFCRD.8192-03	CompactFlash 8 GByte Western Digital	
5CFCRD.8192-04	CompactFlash 8 GByte B&R	

Tabelle 129: 5SWWXP 0736-FNG - Bestelldaten

4.3 Übersicht

Materialnummer	Туре	Zielsystem	Chipsatz	Sprache	Vorinstal- liert	Mindestgröße CF/HDD	Mindestgröße Arbeitsspeicher
5SWWXP.0736- ENG	WES2009 PP500 US15W	PP500	US15W	Englisch	Ja	1 GByte	256 MByte

4.4 Features mit WES2009 (Windows Embedded Standard 2009)

Die Feature Liste zeigt die wesentlichen Gerätefunktionen von Windows Embedded Standard 2009.

Funktion	vorhanden
Enhanced Write Filter (EWF)	✓
File Based Write Filter (FBWF)	✓
Pagefile	konfigurierbar
Administrator Account	✓
User Account	konfigurierbar
Explorer Shell	✓
Registry Filter	✓
Internet Explorer 7.0	✓
Internet Information Service (IIS)	-
Terminal Service	✓
Windows Firewall	✓
MSN-Explorer	-
Outlook Express	-
Administrative Tools	✓
Remote Desktop	✓
Remote Assistance	-
.NET Framework	-
ASP.NET	-
Local Network Bridge	✓
Codepages/User Locale/Keyboard	✓
Disk Management Service	✓
Windows Installer Service	✓
Class Installer	✓
CoDevice Installer	✓
Media Player 6.4	✓
DirectX 9.0c	✓
Accessories	✓
Anzahl der Fonts	89

Tabelle 130: Gerätefunktionen unter Windows Embedded Standard 2009

4.5 Installation

Auf Wunsch wird Windows Embedded Standard 2009 schon im Hause B&R auf einer geeigneten CompactFlash Karte (mind. 1 GByte) vorinstalliert. Nach dem ersten Einschalten wird das System automatisch konfiguriert. Dieser Vorgang nimmt ca. 30 Minuten in Anspruch und das Gerät wird dabei außerdem einige Male automatisch rebootet.

4.6 Treiber

Das Betriebssystem enthält alle für den Betrieb notwendigen Treiber. Sollte eine ältere Treiberversionen installiert sein kann die aktuellste Version über die B&R Homepage (www.br-automation.com) heruntergeladen und darüber installiert werden. Dabei ist nur auf einen möglich aktivierten "Enhanced Write Filter (EWF)" zu achten.

4.6.1 Touch Screen Treiber

Sollen Automation Panel 800 bzw. Automation Panel 900 Touch Screen Geräte betrieben werden, so muss der Touch Screen Treiber manuell nachinstalliert werden. Der Treiber kann im Downloadbereich der B&R Homepage (www.br-automation.com) heruntergeladen werden. Dabei ist nur auf einen möglich aktivierten "Enhanced Write Filter (EWF)" zu achten.

Information:

Benötigte Treiber sind nur von der B&R Homepage, nicht aber von den Herstellerseiten, herunterzuladen.

5 Windows Embedded Standard 7

5.1 Allgemeines

Das Pendant zu Windows® XP Embedded heißt in der neuen Variante Windows® Embedded Standard 7. Wie bei den Vorgängerversionen bietet das embedded Betriebssystem die volle Systemunterstützung von Automation PC 810, Panel PC 800 und Power Panel 500. Windows® Embedded Standard 7 beinhaltet neben neuen Features, die auch in Windows® 7 Professional enthalten sind, die bewährten embedded Komponenten wie Enhanced Write Filter, File-Based Write Filter, Registry Filter und USB Boot. Windows® Embedded Standard 7 wird in zwei Versionen geliefert. Der wesentliche Unterschied besteht in der Möglichkeit der mehrsprachigen Ausführung. Die Basisvariante Windows® Embedded Standard 7 wird in einer Sprachversion geliefert, während Windows® Embedded Standard 7 Premium mehrere gleichzeitig installierte Sprachen unterstützt.

Bei Windows® Embedded Standard 7 hat Microsoft beim Thema Sicherheit nochmals nachgelegt. Der AppLocker der Premium Variante kann die Ausführung von unbekannten und möglicherweise unerwünschten Applikationen verhindern, die zum Beispiel über Netzwerk oder direkt angeschlossene Laufwerke installiert werden sollen. Dabei kann abgestuft zwischen Skripten (.ps1, .bat, .cmd, .vbs, and .js), Installer Files (.msi, .msp) und Libraries (.dll, .ocx) unterschieden werden. Der AppLocker kann so konfiguriert werden, dass er verbotene Aktivitäten aufzeichnet und im EventViewer darstellt. Windows® Embedded Standard 7 wird sowohl als 32-Bit als auch als 64-Bit Version angeboten. Damit werden auch anspruchsvolle Applikationen unterstützt, die auf 64-Bit Basis laufen.

5.2 Bestelldaten

Bestellnummer	Kurzbeschreibung	Abbildung
	Windows Embedded Standard 7	
5SWWI7.0536-ENG	Microsoft OEM Windows Embedded Standard 7 32- Bit, Englisch; für PP500; CompactFlash separat be- stellen (mind. 8 GByte).	Windows Embedded Standard 7
5SWWI7.0736-MUL	Microsoft OEM Windows Embedded Standard 7 Premium 32-Bit, Multilanguage; für PP500; Compact-Flash separat bestellen (mind. 8 GByte).	
	Erforderliches Zubehör	
	CompactFlash	
5CFCRD.016G-04	CompactFlash 16 GByte B&R	
5CFCRD.8192-04	CompactFlash 8 GByte B&R	
	Optionales Zubehör	
	Windows Embedded Standard 7	
5SWWI7.0900-MUL	WES7P 32bit Language Pack DVD	

Tabelle 131: 5SWWI7.0536-ENG, 5SWWI7.0736-MUL - Bestelldaten

5.3 Übersicht

Materialnummer	Edition	Zielsystem	Chipsatz	Architektur	Sprache	Vorinstal- liert	Mindestgröße CF/HDD	Mindestgröße Arbeitsspeicher
5SWWI7.0536- ENG	Embed- ded	PP500	US15W	32-Bit	Englisch	auf Wunsch	8 GByte	1 GByte
5SWWI7.0736- MUL	Premium	PP500	US15W	32-Bit	Multilangua- ge	auf Wunsch	8 GByte	1 GByte

5.4 Features mit WES7 (Windows Embedded Standard 7)

Die Feature Liste zeigt die wesentlichen Gerätefunktionen und Unterschiede von Windows Embedded Standard 7 und Windows Embedded Standard 7 Premium.

Funktion	Windows Embedded Standard 7	Windows Embedded Standard 7 Premium
Enhanced Write Filter (EWF)	✓	✓
File Based Write Filter (FBWF)	✓	✓
Administrator Account	✓	✓
User Account	konfigurierbar	konfigurierbar
Windows Explorer Shell	✓	✓
Registry Filter	✓	✓
Internet Explorer 8.0	✓	✓
Internet Information Service (IIS) 7.0	✓	✓
AntiMailware (Windows Defender)	-	✓
Add-ons (Snipping tool, Sticky Notes)	-	✓
Windows Firewall	✓	✓
.NET Framework 3.5	✓	✓
Remote Dektop Protocol 7.0	✓	✓
File Compression Utility	✓	✓
Windows Installer Service	✓	✓
Windows XP Mode	-	-
Media Player 12	✓	✓
DirectX	✓	✓
Multilingual User Interface Packs im selben Image	-	✓
International Components and Language Services	✓	✓
Language Pack Setup	✓	✓
Windows Update	konfigurierbar	konfigurierbar
Windows PowerShell 2.0	✓	✓
Bitlocker	-	✓
Applocker	-	✓
Tablet PC Support	-	✓
Windows Touch	-	✓
Boot from USB Stick	✓	✓
Accessorries	✓	✓
Pagefile	konfigurierbar	konfigurierbar
Anzahl der Fonts	134	134

Tabelle 132: Gerätefunktionen unter Windows Embedded Standard 7

5.5 Installation

Auf Wunsch wird Windows Embedded Standard 7 schon im Hause B&R auf einer geeigneten CompactFlash Karte (mind. 8 GByte) vorinstalliert. Nach dem ersten Einschalten wird das System automatisch konfiguriert. Dieser Vorgang nimmt ca. 30 Minuten in Anspruch und das Gerät wird dabei außerdem einige Male automatisch rebootet.

5.6 Treiber

Das Betriebssystem enthält alle für den Betrieb notwendigen Treiber. Sollte eine ältere Treiberversionen installiert sein kann die aktuellste Version über die B&R Homepage (www.br-automation.com) heruntergeladen und darüber installiert werden. Dabei ist nur auf einen möglich aktivierten "Enhanced Write Filter (EWF)" zu achten.

5.6.1 Touch Screen Treiber

Wird während des Windows Embedded Standard 7 Setup ein Touch Controller erkannt, wird der Touch Screen Treiber automatisch installiert.

Wurde beim Windows Embedded Standard 7 Setup kein Touch Controller erkannt oder ein Automation Panel 800/900 nachträglich angeschlossen, so muss der Touch Screen Treiber manuell nachinstalliert werden. Der Treiber kann im Downloadbereich der B&R Homepage (www.br-automation.com) heruntergeladen werden. Dabei ist nur auf einen möglich aktivierten "Enhanced Write Filter (EWF)" zu achten.

Information:

Benötigte Treiber sind nur von der B&R Homepage, nicht aber von den Herstellerseiten, herunterzuladen.

6 Automation Runtime

6.1 Allgemeines

Integraler Bestandteil des Automation Studio ist das Echtzeit Betriebssystem. Dieses Echtzeit Betriebssystem bildet den Softwarekern um Anwendungen auf einem Zielsystem laufen zu lassen.

- Garantiert höchst mögliche Leistung für die eingesetzte Hardware
- · Läuft auf allen B&R Zielsystemen
- Macht die Anwendung hardwareunabhängig
- Anwendungen können einfach zwischen B&R Zielsystemen portiert werden
- Garantierter Determinismus durch zvklisches Laufzeitsvstem
- Multitasking nach dem deterministischen Verfahren der Laufzeitgarantie
- Konfiguration der Prioritäten, Zeitklassen und Jitter-Toleranz
- Bis zu 8 verschiedene Zeitklassen mit beliebigen Unterprogrammen
- Garantierte Reaktion auf Zeitverletzungen und Jitter-Überschreitung
- Ausnahmebehandlung
- Jitter-Toleranz in allen Task-Klassen konfigurierbar
- Unterstützung aller relevanten Programmiersprachen wie IEC 61131-3 und ANSI-C
- Umfangreiche Funktionsbibliothek nach IEC 61131-3 und zusätzlich die erweiterte Automation Bibliothek
- Zugriff auf alle Netzwerke und Bussysteme durch die Konfiguration in Automation Studio oder über Funktionsaufrufe

Das B&R Automation Runtime ist voll im entsprechenden Zielsystem (Hardware, auf der das Automation Runtime installiert wird) eingebettet. Es ermöglicht damit den Zugriff der Anwenderprogramme auf I/O Systeme (auch via Feldbus) und andere Geräte wie Schnittstellen und Netzwerke.

6.2 Bestelldaten

Bestellnummer	Kurzbeschreibung	Abbildung
	Automation Runtime	
1A4600.10-5	B&R Automation Runtime Windows	
1A4601.06-5	B&R Automation Runtime Embedded	
1A4601.06-T	B&R Automation Runtime Embedded Terminal	

Tabelle 133: 1A4600.10-5, 1A4601.06-5, 1A4601.06-T - Bestelldaten

6.3 Automation Runtime Windows (ARwin)

Eine Unterstützung des Systems erfolgt durch das ARwin auf Basis eines AS 3.0.90 / AR 4.00 Upgrades.

Information:

Bei der Verwendung von ARwin wird die Audio Ausgabe nicht unterstützt.

6.4 Automation Runtime Embedded (ARemb)

Eine Unterstützung des Systems erfolgt durch das ARemb auf Basis eines AS 3.0.90 / AR 4.00 Upgrades.

Information:

Bei der Verwendung von ARemb wird die Audio Ausgabe nicht unterstützt.

Kapitel 5 • Zubehör

1 Ersatz CMOS Batterien

1.1 0AC201.91 / 4A0006.00-000

1.2 Allgemeines

Die Lithiumbatterie wird zur Pufferung der BIOS CMOS Daten und der Echtzeituhr (RTC) benötigt.

Die Batterie stellt ein Verschleißteil dar und muss bei nicht ausreichender Batteriekapazität, Status "Bad", ausgetauscht werden.

1.3 Bestelldaten

Bestellnummer	Kurzbeschreibung	Abbildung
	Batterien	al
0AC201.91	Lithium Batterien 4 Stück, 3 V / 950 mAh Knopfzelle	WILLIAM TA
4A0006.00-000	Lithium Batterie, 3 V / 950 mAh, Knopfzelle	The market

Tabelle 134: 0AC201.91, 4A0006.00-000 - Bestelldaten

1.4 Technische Daten

Warnung!

Die Batterie darf nur durch eine Renata Batterie vom Typ CR2477N ersetzt werden. Die Verwendung einer anderen Batterie kann eine Feuer- oder Explosionsgefahr darstellen.

Die Batterie kann bei falscher Handhabung explodieren. Batterie nicht aufladen, zerlegen oder in einem Feuer entsorgen.

Information:

Die nachfolgend angegebenen Kenndaten, Merkmale und Grenzwerte sind nur für dieses Zubehörteil alleine gültig und können von denen zum Gesamtgerät abweichen. Für das Gesamtgerät, in dem z.B. dieses Zubehör verbaut ist, gelten die zum Gesamtgerät angegebenen Daten.

Zubehör • Ersatz CMOS Batterien

Produktbezeichnung	0AC201.91	4A0006.00-000				
Allgemeines						
Lagerzeit	max. 3 Jah	re bei 30°C				
Elektrische Eigenschaften						
Kapazität	950 mAh					
Selbstentladung	< 1% pro Jahr (bei 23°C)					
Spannungsbereich	3V					
Umgebungsbedingungen						
Temperatur						
Lagerung	-20 bis	60°C				
Luftfeuchtigkeit						
Betrieb	0 bis 95%					
Lagerung	0 bis 95%					
Transport	0 bis	95%				

Tabelle 135: 0AC201.91, 4A0006.00-000 - Technische Daten

2 Spannungsversorgungsstecker

2.1 0TB103.9x

2.1.1 Allgemeines

Die einreihige 3-polige Feldklemme TB103 wird zur Spannungsversorgung verwendet.

2.1.2 Bestelldaten

Bestellnummer	Kurzbeschreibung	Abbildung
	Feldklemmen	4
0TB103.9	Steckverbinder, 24 VDC, 3-polig female, Schraub- klemme, 3,31 mm², Vibrationsschutz durch Schraub- flansch	1111
OTB103.91	Steckverbinder, 24 VDC, 3-polig female, Federzug- klemme, 3,31 mm², Vibrationsschutz durch Schraub- flansch	

Tabelle 136: 0TB103.9, 0TB103.91 - Bestelldaten

2.1.3 Technische Daten

Information:

Die nachfolgend angegebenen Kenndaten, Merkmale und Grenzwerte sind nur für dieses Zubehörteil alleine gültig und können von denen zum Gesamtgerät abweichen. Für das Gesamtgerät, in dem z.B. dieses Zubehör verbaut ist, gelten die zum Gesamtgerät angegebenen Daten.

Produktbezeichnung	0TB103.9	0TB103.91			
Feldklemme					
Anmerkung	Vibrationsschutz durch Schraubflansch				
	Nenndat	en nach UL			
Anzahl der Pole	3 (female)				
Art der Klemmung	Ausführung als Schraubklemme	Ausführung als Federzugklemme			
Kabelart	Nur Kupferdrähte (keine Aluminiumdrähte!)				
Kontaktabstand	5,0	8 mm			
Anschlussquerschnitt					
AWG-Leiter	AWG:	26 bis 12			
Aderendhülse mit Kunststoffkragen	0,20 bis 1,50 mm ²				
eindrähtig	0,20 bis 2,50 mm ²				
feindrähtig	0,20 bis 1,50 mm ²	0,20 bis 2,50 mm²			
mit Aderendhülse	0,20 bis	1,50 mm²			

Tabelle 137: 0TB103.9, 0TB103.91 - Technische Daten

Zubehör • Spannungsversorgungsstecker

Produktbezeichnung	0TB103.9	0TB103.91		
Elektrische Eigenschaften				
Nennspannung	300 V			
Nennstrom ¹⁾	10 A / Kontakt			
Durchgangswiderstand	≤ 5 mΩ			

Tabelle 137: 0TB103.9, 0TB103.91 - Technische Daten

1) Die jeweiligen Grenzdaten der I/O Module sind zu berücksichtigen!

3 CompactFlash Karten

3.1 Allgemeines

CompactFlash Karten sind leicht zu tauschende Speichermedien. Auf Grund der Robustheit gegenüber Umwelt- (Temperatur) und Umgebungseinflüssen (Schock, Vibration, etc...) bieten CompactFlash Karten optimale Werte für den Einsatz als Speichermedium in Industrieumgebung.

3.2 Grundlagen

CompactFlash Karten, welche für den Einsatz in der Industrieautomation geeignet sind, müssen eine besonders hohe Zuverlässigkeit haben. Um diese erreichen zu können sind folgende Punkte sehr wichtig:

- Verwendete Flashtechnologie
- · Effizienter Algorithmus zur Maximierung der Lebenszeit
- · Gute Mechanismen zur Erkennung und Behebung von Fehlern des Flash Speichers

3.2.1 Flashtechnologie

Aktuell sind CompactFlash Karten mit MLC (Multi Level Cell) und SLC (Singel Level Cell) Flash-bausteinen erhältlich.

SLC Flashes haben eine um Faktor 10 höhere garantierte Lebenszeit als MLC Flashes, wodurch für den industriellen Einsatz nur CompactFlash Karten mit SLC Flashbausteinen zum Finsatz kommen.

3.2.2 Wear Leveling

Unter Wear Leveling versteht man einen Algorithmus, welcher zur Maximierung der Lebenszeit einer CompactFlash eingesetzt werden kann. Zwischen folgenden Algorithmen wird unterschieden:

- · Kein Wear Leveling
- Dvnamic Wear Leveling
- Static Wear Leveling

Der grundlegende Gedanke von Wear Leveling ist, dass Daten über einen breiten Bereich an Blöcken bzw. Zellen auf dem Datenträger verteilt werden, damit nicht immer die gleichen Bereiche gelöscht und neu programmiert werden müssen.

3.2.2.1 Kein Wear Leveling

Erste CompactFlash Karten hatten keinen Algorithmus implementiert welcher zur Maximierung der Lebenszeit beitrug. Die Lebenszeit der CompactFlash war hier einzig und allein durch die garantierte Lebenszeit der Flashblöcke definiert.

Kapitel 5 Zubehör

3.2.2.2 Dynamic Wear Leveling

Dynamisches Wear Leveling bietet die Möglichkeit beim Schreiben auf ein File, noch nicht benutzte Flashblöcke für die Verteilung zu verwenden.

Wenn der Datenträger schon zu 80% mit Files voll ist, können nur 20% für das Wear Leveling verwendet werden.

Die Lebensdauer der CompactFlash hängt hier also ursächlich von nicht benutzten Flashblöcken ab.

3.2.2.3 Static Wear Leveling

Statisches Wear Leveling überwacht zusätzlich, welche Daten nur selten verändert werden. Diese werden dann vom Controller von Zeit zu Zeit in Blöcke verschoben, welche schon häufig programmiert wurden um eine weitere Abnutzung der Zellen zu vermeiden.

3.2.3 Fehlerkorrektur ECC

Bei Inaktivität oder Betrieb einer bestimmten Zelle können Bitfehler entstehen. Durch ein per Hard- oder Software, implementiertes Error Correction Coding (ECC) lassen sich viele derartige Fehler erkennen und korrigieren.

3.2.4 Maximale Zuverlässigkeit

CompactFlash Karten welche von B&R eingesetzt werden, erzielen durch Verwendung von SLC Flashes in Verbindung mit statischem Wear Leveling gemeinsam mit einem performanten ECC Algorithmus einen Maximalwert an Zuverlässigkeit.

3.3 5CFCRD.xxxx-04

3.3.1 Allgemeines

Information:

Der gleichzeitige Betrieb von B&R CompactFlash Karten 5CFCRD.xxxx-04 und CompactFlash Karten anderer Hersteller in einem System ist nicht erlaubt. Aufgrund von Technologieunterschieden (ältere, neuere Technologien) kann es beim Systemstart zu Problemen kommen, was auf die unterschiedlichen Hochlaufzeiten zurückzuführen ist.

siehe "Bekannte Probleme / Eigenheiten", auf Seite 221

Information:

Die CompactFlash Karten 5CFCRD.xxxx-04 werden auf B&R Geräten unter WinCE ab der Version ≥ 6.0 unterstützt.

3.3.2 Bestelldaten

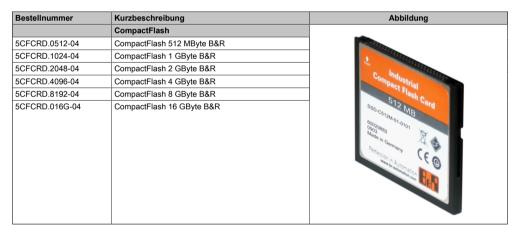


Tabelle 138: 5CFCRD.0512-04, 5CFCRD.1024-04, 5CFCRD.2048-04, 5CFCRD.4096-04, 5CFCRD.8192-04, 5CFCRD.016G-04 - Bestelldaten

3.3.3 Technische Daten

Vorsicht!

Ein plötzlicher Spannungsausfall kann zum Datenverlust führen! In sehr seltenen Fällen kann es darüber hinaus zu einer Beschädigung des Massenspeichers kommen!

Um einem Datenverlust bzw. einer Beschädigung vorbeugend entgegen zu wirken, wird die Verwendung einer USV empfohlen.

Information:

Die nachfolgend angegebenen Kenndaten, Merkmale und Grenzwerte sind nur für dieses Zubehörteil alleine gültig und können von denen zum Gesamtgerät abweichen. Für das Gesamtgerät, in dem z.B. dieses Zubehör verbaut ist, gelten die zum Gesamtgerät angegebenen Daten.

Produktbezeichnung	5CFCRD 0512-04	5CFCRD 1024-04	5CFCRD 2048-04	5CFCRD 4096-04	5CFCRD 8192-04	5CFCRD 016G-04
Allgemeines			'			
Datenerhaltung			10 J	lahre		
Datenverlässlichkeit		< 1 nicht	behebbarer Fehle	er in 10 ¹⁴ Bit Lese	zugriffen	
Lifetime Monitoring			J	la		
MTBF			> 3.000.000 Stu	unden (bei 25°C)		
Wartung			ke	ine		
unterstützte Betriebsmodi		PIO Mode 0-6	6, Multiword DMA	Mode 0-4, Ultra D	MA Mode 0-4	
kontinuierliches Lesen						
typisch		35 MByte/s (240X) ¹⁾		33 MByte/s (220X) ¹⁾	27 MByte/s (180X) ¹⁾	36 MByte/s (240X) ¹⁾
maximal		37 MByte/s (260X) ¹⁾		34 MByte/s (226X) ¹⁾	28 MByte/s (186X) ¹⁾	37 MByte/s (247X) ¹⁾
kontinuierliches Schreiben				16 MByte/s		
typisch maximal		17 MByte/s (110X) 20 MByte/s (133X)			15 MByte/s (100X) 17 MByte/s (110X)	18 MByte/s (120X) 19 MByte/s (126X)
Zertifizierungen		(10071)	-	(120X)	(1.07.)	(12071)
CE			J	la		
Endurance						
garantierte Datenmenge						
garantiert ²⁾	50 TB	100 TB	200 TB	400 TB	800 TB	1600 TB
ergibt bei 5 Jahren ²⁾	27,40 GByte/Tag	54,79 GByte/Tag	109,59 GByte/Tag	219,18 GByte/Tag	438,36 GByte/Tag	876,72 GByte/Tag
Lösch- / Schreibzyklen						
typisch3)	2.000.000					
garantiert	100.000					
SLC-Flash	Ja					
Wear Leveling	statisch					
Error Correction Coding (ECC)		Ja				

Tabelle 139: 5CFCRD.0512-04, 5CFCRD.1024-04, 5CFCRD.2048-04, 5CFCRD.4096-04, 5CFCRD.8192-04, 5CFCRD.016G-04 - Technische Daten

Produktbezeichnung	5CFCRD 0512-04	5CFCRD 1024-04	5CFCRD 2048-04	5CFCRD 4096-04	5CFCRD 8192-04	5CFCRD 016G-04
Unterstützung						
Hardware	PP300/4	100, PP500, PPC	300, PPC700, PP	C725, PPC800, AI	PC620, APC810	, APC820
Betriebssysteme						_
Windows 7 32-Bit			Nein			Ja
Windows 7 64-Bit			Ne	ein		
Windows Embedded Standard 7 32-Bit		N	ein			Ja
Windows Embedded Stan- dard 7 64-Bit			Nein	·		Ja
Windows XP Professional		Nein			Ja	
Windows XP Embedded			J	a		
Windows Embedded Stan- dard 2009	Nein			Ja		
Windows CE 6.0			J	а		
Windows CE 5.0			Ne	ein		
Software						
PVI Transfer Tool	≥ V3	.2.3.8 (Teil von P	VI Development S	etup ≥ V2.06.00.3	011)	Nein
B&R Embedded OS Installer			≥ V3.10			Nein
Umgebungsbedingungen						
Temperatur						
Betrieb			0 bis	70°C		
Lagerung			-65 bis	150°C		
Transport			-65 bis	150°C		
Luftfeuchtigkeit						
Betrieb			max. 85%	bei 85°C		
Lagerung	max. 85% bei 85°C					
Transport			max. 85%	bei 85°C		
Vibration						
Betrieb	20		00 Hz, 4 pro Richt g RMS, 15 min p			103)
Lagerung	20		00 Hz, 4 pro Richt g RMS, 15 min p			103)
Transport	20		00 Hz, 4 pro Richt g RMS, 15 min p			103)
Schock		-				
Betrieb		1,5 kg peak,	0,5 ms 5 mal (JEI 30 g, 11 ms 1 m		thode B110)	
Lagerung		1,5 kg peak,	0,5 ms 5 mal (JEI 30 g, 11 ms 1 m	DEC JESD22, Me al (IEC 68-2-27)	thode B110)	
Transport		1,5 kg peak,	0,5 ms 5 mal (JEI 30 g, 11 ms 1 m		thode B110)	
Meereshöhe						_
Betrieb			max. 4	.572 m		
Mechanische Eigenschaften						
Abmessungen						
Breite			42,8 ±0	,10 mm		
Länge	36,4 ±0,15 mm					
Höhe	3,3 ±0,10 mm					
Gewicht		10 g				

Tabelle 139: 5CFCRD.0512-04, 5CFCRD.1024-04, 5CFCRD.2048-04, 5CFCRD.4096-04, 5CFCRD.8192-04, 5CFCRD.016G-04 - Technische Daten

- Geschwindigkeitsangaben mit 1X = 150 kByte/s. Alle Angaben beziehen sich auf die Samsung Flash Chips, CompactFlash Karte in UD-MA Mode 4, Zykluszeit 30 ns in True-IDE Mode mit sequentiellem Schreiben/Lesen- Test.
- 2) Endurance bei B&R CFs (Bei linear geschriebener Blockgröße mit ≥ 128 kB)
- 3) Abhängig von der durchschnittlichen Filegröße.

3.3.4 Temperatur Luftfeuchtediagramm

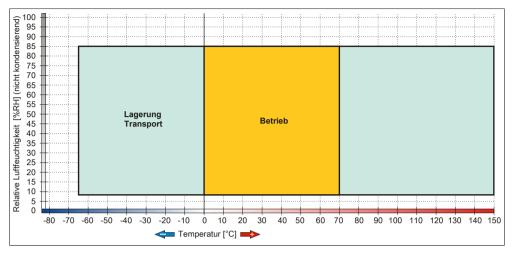


Abbildung 81: 5CFCRD.xxxx-04 - Temperatur Luftfeuchtediagramm CompactFlash Karten

3.3.5 Abmessungen

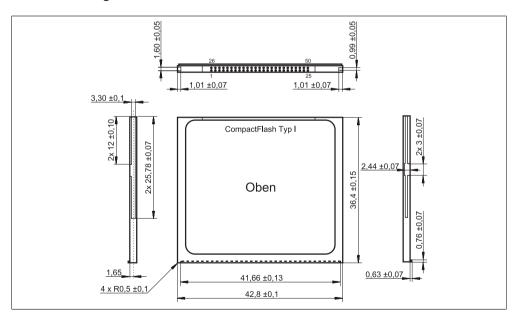


Abbildung 82: Abmessungen CompactFlash Karte Typ I

3.3.6 Benchmark

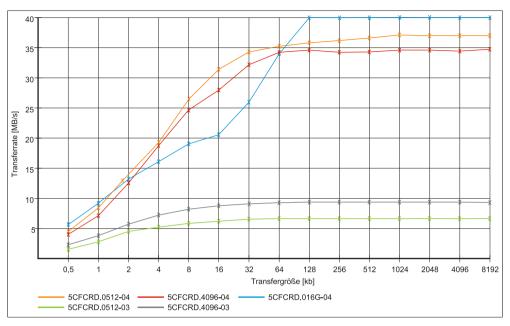


Abbildung 83: ATTO Disk Benchmark v2.34 Vergleich Lesen

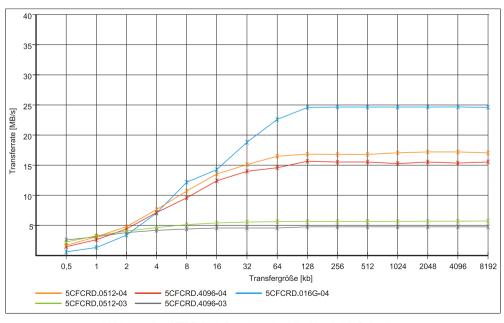


Abbildung 84: ATTO Disk Benchmark v2.34 Vergleich Schreiben

Kapitel 5 Zubehör

3.4 5CFCRD.xxxx-03

3.4.1 Allgemeines

Information:

Der gleichzeitige Betrieb von Western Digital CompactFlash Karten 5CFCRD.xxxx-03 und CompactFlash Karten anderer Hersteller in einem System ist nicht erlaubt. Aufgrund von Technologieunterschieden (ältere, neuere Technologien) kann es beim Systemstart zu Problemen kommen, was auf die unterschiedlichen Hochlaufzeiten zurückzuführen ist.

siehe "Bekannte Probleme / Eigenheiten", auf Seite 221

Information:

Auf Windows CE 5.0 Geräten werden die CompactFlash Karten 5CFCRD.xxxx-03 bis zu 1GB unterstützt.

Information:

Bei den CompactFlash Karten 5CFCRD.xxxx-03 hat sich lediglich der Aufkleber und die Beschreibung geändert. Die technischen Daten sind unverändert.

3.4.2 Bestelldaten

Bestellnummer	Kurzbeschreibung	Abbildung	
	CompactFlash	_	
5CFCRD.0064-03	CompactFlash 64 MByte Western Digital	NAME OF TAXABLE PARTY.	
5CFCRD.0128-03	CompactFlash 128 MByte Western Digital	THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PERSON NAMED IN COLUMN TO THE PERSON NAMED IN COLUMN T	
5CFCRD.0256-03	CompactFlash 256 MByte Western Digital	into	
5CFCRD.0512-03	CompactFlash 512 MByte Western Digital	Silia	
5CFCRD.1024-03	CompactFlash 1 GByte Western Digital	CONDE	
5CFCRD.2048-03	CompactFlash 2 GByte Western Digital	SSD.CGALATA	
5CFCRD.4096-03	CompactFlash 4 GByte Western Digital	SIAN SEAM SE	
5CFCRD.8192-03	CompactFlash 8 GByte Western Digital	When the total local loc	

Tabelle 140: 5CFCRD.0064-03, 5CFCRD.0128-03, 5CFCRD.0256-03, 5CFCRD.0512-03, 5CFCRD.1024-03, 5CFCRD.2048-03, 5CFCRD.4096-03, 5CFCRD.8192-03 - Bestelldaten

3.4.3 Technische Daten

Vorsicht!

Ein plötzlicher Spannungsausfall kann zum Datenverlust führen! In sehr seltenen Fällen kann es zu einer Beschädigung des Massenspeichers kommen!

Um einem Datenverlust bzw. einer Beschädigung vorbeugend entgegen zu wirken, empfiehlt B&R die Verwendung einer USV.

Information:

Die nachfolgend angegebenen Kenndaten, Merkmale und Grenzwerte sind nur für dieses Zubehörteil alleine gültig und können von denen zum Gesamtgerät abweichen. Für das Gesamtgerät, in dem z.B. dieses Zubehör verbaut ist, gelten die zum Gesamtgerät angegebenen Daten.

Produktbezeichnung	5CFCRD 0064-03	5CFCRD 0128-03	5CFCRD 0256-03	5CFCRD 0512-03	5CFCRD 1024-03	5CFCRD 2048-03	5CFCRD 4096-03	5CFCRD 8192-03
Allgemeines	•							•
Datenerhaltung		10 Jahre						
Datenverlässlichkeit		< 1 nichtbehebbarer Fehler in 10 ¹⁴ Bit Lesezugriffen						
Lifetime Monitoring		Ja						
MTBF			> 4	1.000.000 Stu	nden (bei 25	°C)		
Wartung				kei	ine			
unterstützte Betriebsmodi			PIO Mo	de 0-4, Multiv	word DMA M	ode 0-2		
kontinuierliches Lesen								
typisch				8 MB	yte/s			
kontinuierliches Schreiben	continuierliches Schreiben							
typisch		6 MByte/s						
Zertifizierungen								
CE			Ja					
Endurance								
Lösch- / Schreibzyklen								
typisch				> 2.00	00.000			
SLC-Flash	Ja							
Wear Leveling	statisch							
Error Correction Coding (ECC)		Ja						
Unterstützung								
Hardware	MP100/200, PP100/200, PP300/400, PP500, PPC300, PPC700, PPC725, PPC800, Provit 2000, Provit 5000, APC620, APC680, APC810, APC820							

Tabelle 141: 5CFCRD.0064-03, 5CFCRD.0128-03, 5CFCRD.0256-03, 5CFCRD.0512-03, 5CFCRD.1024-03, 5CFCRD.2048-03, 5CFCRD.4096-03, 5CFCRD.8192-03 - Technische Daten

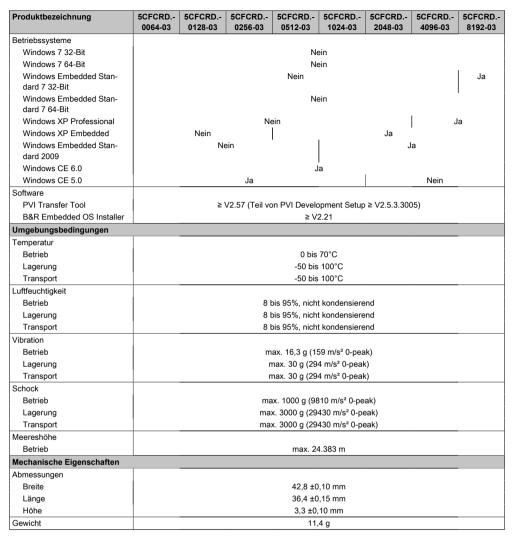


Tabelle 141: 5CFCRD.0064-03, 5CFCRD.0128-03, 5CFCRD.0256-03, 5CFCRD.0512-03, 5CFCRD.1024-03, 5CFCRD.2048-03, 5CFCRD.4096-03, 5CFCRD.8192-03 - Technische Daten

3.4.4 Temperatur Luftfeuchtediagramm

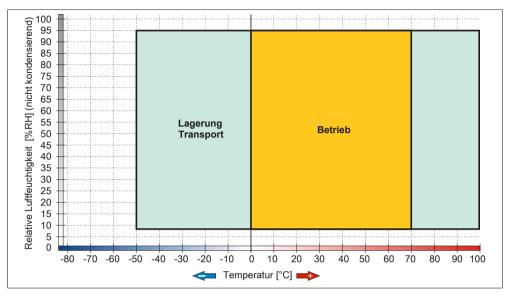


Abbildung 85: 5CFCRD.xxxx-03 - Temperatur Luftfeuchtediagramm CompactFlash Karten

3.4.5 Abmessungen

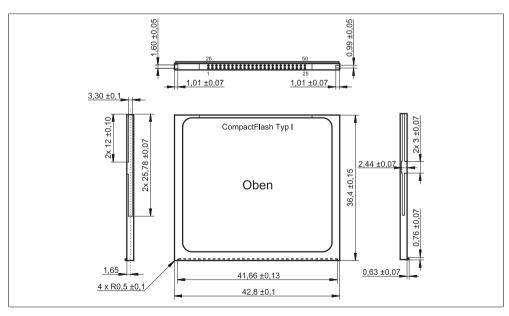


Abbildung 86: Abmessungen CompactFlash Karte Typ I

3.5 Bekannte Probleme / Eigenheiten

Der nachfolgende Punkt ist bei Geräten mit zwei CompactFlash Slots bekannt:

• Der Betrieb von zwei CompactFlash Karten unterschiedlicher Type kann in Automation PCs und Panel PCs zu Problemen führen. Es kann vorkommen, dass beim Systemstart eine der beiden Karten nicht erkannt wird. Der Grund hierfür liegt in dem unterschiedlich schnellen Hochlaufverhalten. Die CompactFlash Karten älterer Technologie benötigen beim Systemstart erheblich mehr Zeit als CompactFlash Karten mit neuerer Technologie. Dieses Verhalten liegt im Grenzbereich des hierfür während des Hochlaufs zur Verfügung stehenden Zeitfensters. Da die Hochlaufzeit bei den CompactFlash Karten durch die Streuung der verwendeten Bauteile schwankt kann es daher zu dem beschriebenen Problem kommen. Je nach verwendeten CompactFlash Karten kann der Fehler nie, selten oder immer auftreten.

4 USB Memory Stick

4.1 5MMUSB 2048-01

4.1.1 Allgemeines

USB Memory Sticks sind leicht zu tauschende Speichermedien. Aufgrund des schnellen Datentransfers (USB 2.0) bieten die USB Memory Sticks optimale Werte für den Einsatz als portables Speichermedium. "Hot-PLUG & PLAY" - ohne weitere Treiber (außer bei Windows 98SE) meldet sich der USB Memory Stick sofort als ein weiteres Laufwerk, von dem Daten gelesen oder auf das Daten geschrieben werden können.

Information:

Auf Grund der Vielzahl am Markt verfügbaren bzw. der kurzen Lebenszyklen der USB Sticks, behalten wir uns das Recht vor Alternativprodukte zu liefern. Es kann daher notwendig sein, folgende Maßnahmen zu treffen um auch von diesen USB Sticks booten zu können:

- Der USB Stick muss neu formatiert bzw. in manchen Fällen auch neu partitioniert werden (Partition aktiv schalten).
- Der USB Stick muss in der Bootorder des BIOS an erster Stelle stehen oder es können auch alternativ die IDE Kontroller im BIOS deaktiviert werden. In den meisten Fällen kann dies umgangen werden, wenn noch zusätzlich ein "fdisk / mbr" auf den USB Memory Stick ausgeführt wird.
- USB 1.1, USB 2.0
- Hohe Übertragungsgeschwindigkeit
- · Hohe Datenerhaltung
- Umgebungstemperatur Betrieb: 0 bis 70°C

4.1.2 Bestelldaten

Bestellnummer	Kurzbeschreibung	Abbildung
	USB Zubehör	
5MMUSB.2048-01	USB 2.0 Memory Stick 2048 MByte B&R	
		Perfection in Automation www.br-automation.com

Tabelle 142: 5MMUSB.2048-01 - Bestelldaten

4.1.3 Technische Daten

Produktbezeichnung	5MMUSB.2048-01
Allgemeines	
Datenerhaltung	> 10 Jahre
LEDs	1 LED (grün), signalisiert Datenübertragung (Empfang und Senden) ¹⁾
MTBF	> 3.000.000 Stunden
Тур	USB 1.1, USB 2.0
Wartung	keine
Zertifizierungen	Keille
CE	Ja
	Ja
Schnittstellen	
USB	
Тур	USB 1.1, USB 2.0
Anschluss	an jede USB Typ A Schnittstelle
Übertragungsrate	Low Speed (1,5 MBit/s), Full Speed (12 MBit/s) bis High Speed (480 MBit/s)
sequentielles Lesen	max. 31 MByte/s
sequentielles Schreiben	max. 30 MByte/s
Unterstützung	
Betriebssysteme	
Windows 7	Ja
Windows XP Professional	Ja
Windows XP Embedded	Ja
Windows ME	Ja
Windows 2000	Ja
Windows CE 5.0	Ja
Windows CE 4.2	Ja
Elektrische Eigenschaften	
Stromaufnahme	max. 500 μA Schlafmodus, max. 120 mA Lesen/Schreiben
Umgebungsbedingungen	
Temperatur	
Betrieb	0 bis 70°C
Lagerung	-50 bis 100°C
Transport	-50 bis 100°C
Luftfeuchtigkeit	
Betrieb	85%, nicht kondensierend
Lagerung	85%, nicht kondensierend
Transport	85%, nicht kondensierend
Vibration	
Betrieb	20 bis 2000 Hz: 20 g (peak)
Lagerung	20 bis 2000 Hz: 20 g (peak)
Transport	20 bis 2000 Hz: 20 g (peak)
Schock	
Betrieb	max. 1500 g (peak)
Lagerung	max. 1500 g (peak)
Transport	max. 1500 g (peak)
Meereshöhe	iliax. 1300 g (peak)
Betrieb	max. 3048 m
	max. 3048 m max. 12192 m
Lagerung	max. 12192 m max. 12192 m
Transport	IIIdx. 12192 III

Tabelle 143: 5MMUSB.2048-01 - Technische Daten

Zubehör • USB Memory Stick

Produktbezeichnung	5MMUSB.2048-01
Mechanische Eigenschaften	
Abmessungen	
Breite	17,97 mm
Länge	67,85 mm
Höhe	8,35 mm

Tabelle 143: 5MMUSB.2048-01 - Technische Daten

1) Signalisiert Datenübertragung (Empfang und Sendung).

4.1.4 Temperatur Luftfeuchtediagramm

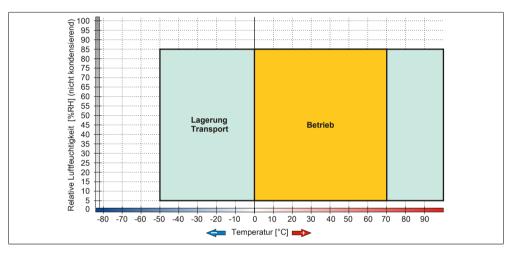


Abbildung 87: 5MMUSB.2048-01 - Temperatur Luftfeuchtediagramm

Kapitel 5 Zubehör

5 USB Schnittstellenabdeckung

5.1 5AC900.1201-00

5.1.1 Allgemeines

Frontseitige, flache USB Schnittstellenabdeckung für Automation Panel 900, Power Panel 500, Panel PC 700 und Panel PC 800 Geräte.

5.1.2 Bestelldaten

Bestellnummer	Kurzbeschreibung	Abbildung
	Zubehör	Image not found for 5AC900.1201-00!
5AC900.1201-00	USB Kappe M20 IP65 flach	

Tabelle 144: 5AC900.1201-00 - Bestelldaten

5.2 5AC900.1201-01

5.2.1 Allgemeines

Frontseitige, bombierte USB Schnittstellenabdeckung mit Rändelung und Verlierschutz für Automation Panel 900, Power Panel 500, Panel PC 700 und Panel PC 800 Geräte.

5.2.2 Bestelldaten

Bestellnummer	Kurzbeschreibung	Abbildung
	Zubehör	Image not found for 5AC900.1201-01!
5AC900.1201-01	USB Kappe M20 IP65 bombiert	

Tabelle 145: 5AC900.1201-01 - Bestelldaten

6 Klemmblock

6.1 5AC900.BLOC-00

6.1.1 Allgemeines

Diese Ersatz-Klemmblöcke dienen zur Befestigung von B&R Panel Geräten.

6.1.2 Bestelldaten

Bestellnummer	Kurzbeschreibung	Abbildung
	Zubehör	
5AC900.BLOC-00	Klemmblock mit Schwingen 10Stk Ersatzteil.	

Tabelle 146: 5AC900.BLOC-00 - Bestelldaten

6.2 5AC900.BLOC-01

6.2.1 Allgemeines

Diese Ersatz-Klemmblöcke dienen zur Befestigung von B&R Panel Geräten.

6.2.2 Bestelldaten

Bestellnummer	Kurzbeschreibung	Abbildung
	Zubehör	
5AC900.BLOC-01	Ersatz Klemmblock ohne Schwingen P 10Stk	

Tabelle 147: 5AC900.BLOC-01 - Bestelldaten

7 Clip

7.1 5AC900.CLIP-01

7.1.1 Allgemeines

Diese Ersatz-Clips dienen zur Befestigung von B&R Panel Geräten.

7.1.2 Bestelldaten

Bestellnummer	Kurzbeschreibung	Abbildung
	Zubehör	
5AC900.CLIP-01	Ersatz Halteklammer Kunststoff 10Stk	

Tabelle 148: 5AC900.CLIP-01 - Bestelldaten

Kapitel 6 • Wartung / Instandhaltung

In folgendem Kapitel werden jene Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten beschrieben, die von einem qualifizierten und eingeschulten Endanwender selbst vorgenommen werden können.

1 Reinigung

Gefahr!

Die Reinigung des Gerätes darf nur in ausgeschaltenem Zustand durchgeführt werden um so, durch Berühren des Touch Screens oder Drücken von Tasten, das Auslösen nichtbesichtigter Funktionen zu vermeiden.

Zum Reinigen des Gerätes ist ein feuchtes Tuch zu verwenden. Zum Befeuchten des Reinigungstuches nur Wasser mit Spülmittel, Bildschirmreinigungsmittel oder Alkohol (Ethanol) verwenden. Das Reinigungsmittel nicht direkt auf das Gerät sprühen, sondern zuerst auf das Tuch! Auf keinen Fall aggressive Lösungsmittel, Chemikalien, Scheuermittel, Druckluft oder Dampfstrahler verwenden.

Information:

Displays mit dem Touch Screen sollten in regelmäßigen Abständen gereinigt werden.

2 Batteriewechsel

Die Lithiumbatterie stellt die Pufferung der internen Echtzeituhr (RTC) und der CMOS Daten sicher.

Information:

- Das Design des Produktes gestattet das Wechseln der Batterie sowohl in spannungslosem Zustand als auch bei eingeschaltetem B&R Gerät. In manchen Ländern ist der Wechsel unter Betriebsspannung jedoch nicht erlaubt.
- Beim Wechseln der Batterie in spannungslosem Zustand bleiben vorgenommene BIOS Einstellungen erhalten (werden in einem spannungssicheren EEPROM gespeichert). Datum und Uhrzeit sind nachträglich wieder einzustellen, da diese Daten beim Wechseln verloren gehen.
- Der Batteriewechsel darf nur von qualifiziertem Personal ausgeführt werden.

Warnung!

Die Batterie darf nur durch eine Renata Batterie vom Typ CR2477N ersetzt werden. Die Verwendung einer anderen Batterie kann eine Feuer- oder Explosionsgefahr darstellen.

Die Batterie kann bei falscher Handhabung explodieren. Batterie nicht aufladen, zerlegen oder in einem Feuer entsorgen.

Es sind folgende Lithium Ersatzbatterien verfügbar: 4A0006.00-000 (1 Stk.) und 0AC201.91 (4 Stk.).

2.1 Batteriestatusermittlung

Der Batteriestatus wird sofort nach dem Einschalten des Gerätes und in weiterer Folge alle 24 Stunden vom System ermittelt. Bei der Messung wird kurzzeitig (ca. 1 Sekunde) die Batterie belastet und anschließend bewertet. Der ermittelte Batteriestatus wird in den BIOS Setup Seiten (unter Advanced - Baseboard Monitor) und im B&R Control Center (ADI Treiber) angezeigt, kann aber auch in einer Kundenapplikation über die ADI Library ausgelesen werden.

Batteriestatus	Bedeutung
N/A	Es wird eine zu alte Hardware bzw. Firmware verwendet die das Auslesen nicht unterstützt.
GOOD	Pufferung der Daten ist gewährleistet.
BAD	Ab dem Zeitpunkt, ab dem die Batteriekapazität als BAD (nicht ausreichend) erkannt wird, ist eine Pufferung
	der Daten noch für ca. 500 Stunden gewährleistet.

Tabelle 149: Bedeutung Batteriestatus

Ab dem Zeitpunkt, ab dem die Batteriekapazität als nicht ausreichend erkannt wird, ist eine Pufferung der Daten noch für ca. 500 Stunden gewährleistet. Beim Wechseln der Batterie werden Daten noch ca. 10 Minuten durch einen Goldfolienkondensator gepuffert.

2.2 Vorgangsweise

- Zuleitung zum B&R Industrie PC spannungslos (Netzkabel abstecken) machen.
- Elektrostatische Entladung am Gehäuse bzw. am Erdungsanschluss vornehmen.
- Abdeckung des Batteriefaches entfernen und Batterie mittels Ausziehstreifen vorsichtig herausziehen.



Abbildung 88: Batterie entfernen

 Die Batterie darf mit der Hand nur an den Stirnseiten berührt werden. Zum Einsetzen kann auch eine isolierte Pinzette verwendet werden.

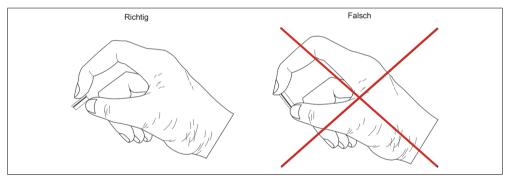


Abbildung 89: Batteriehandhabung

Neue Batterie in richtiger Polarität einstecken.

Wartung / Instandhaltung • Batteriewechsel

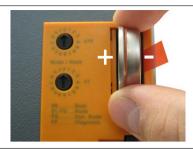


Abbildung 90: Batterie einstecken

- Beim Einstecken auf den korrekten Sitz des Ausziehstreifens achten, damit ein erneuter Tausch einfach zu bewerkstelligen ist!
- Den B&R Industrie PC wieder unter Spannung setzen Netzstecker anstecken und Power Taster drücken.
- Datum und Uhrzeit im BIOS neu einstellen.

Warnung!

Bei Lithium-Batterien handelt es sich um Sondermüll! Verbrauchte Batterien müssen nach den örtlichen Vorschriften entsorgt werden.

Anhang A

1 Maintenance Controller Extended (MTCX)

Der MTCX Controller (FPGA-Prozessor) befindet sich auf dem CPU Board des PP500 Gerätes.



Abbildung 91: Position des MTCX Controllers

Der MTCX ist für folgende Überwachungs- und Steuerfunktionen zuständig:

- · Power Fail Logik
- Watch Dog Handling (NMI und Resethandling)
- Temperaturüberwachung (I/O Bereich, Power Supply)
- Tasten und LED Behandlung/Koordination
- Erweiterter Desktop Betrieb (Tasten, USB Weiterleitung)
- Backlight Steuerung des Displays
- Statistikdatenermittlung (Power Cycles jedes Einschalten und Power On wird ermittelt jede volle Stunde wird gezählt z.B. 50 Minuten keine Erhöhung)
- Status LEDs (Power, CF, Link, Run)

Maintenance Controller Extended (MTCX)

Die Funktionen des MTCX können per Firmwareupgrade¹⁾ erweitert werden. Die Version kann im BIOS (Menüpunkt "OEM Features", auf Seite 135) oder unter freigegebenen Microsoft Windows Betriebssystemen mittels B&R Control Center ausgelesen werden.

¹⁾ Kann im Downloadbereich der B&R Homepage (<u>www.br-automation.com</u>) heruntergeladen werden.

2 Touch Screen AMT 5-Draht

2.1 Technische Daten

Information:

Die nachfolgend angegebenen Kenndaten, Merkmale und Grenzwerte sind nur für diese Einzelkomponente alleine gültig und können von denen zum Gesamtgerät abweichen. Für das Gesamtgerät, in dem z.B. diese Einzelkomponente verwendet ist, gelten die zum Gesamtgerät angegebenen Daten.

Produktbezeichnung	Touch Screen AMT 5-Draht
Allgemeines	
Zertifizierungen	
CE	Ja
c-UL-us	Ja
Hersteller	AMT
Auslösedruck	<1N
Lichtdurchlässigkeit	81 ±3%
Umgebungsbedingungen	
Temperatur	
Betrieb	- 20 bis 70°C
Lagerung	- 40 bis 80°C
Transport	- 40 bis 80°C
Luftfeuchtigkeit	
Betrieb	90% bei max. 50°C
Lagerung	90% RH bei max. 60°C für 504 Stunden
Transport	90% RH bei max. 60°C für 504 Stunden
Einsatzbedingungen	
Lebensdauer	36 Millionen Berührungen an der gleichen Stelle (Auslösedruck: 250 g, Intervall: 2x pro Sekunde)
Chemische Widerstandsfähig-	Aceton, Methylen Chlorid, Methyl Ethyl Keton, Isopropylalkohol, Hexan, Ter-
keit1)	pentin, Mineralspiritus, bleifreier Benzin, Diesel, Motoröl, Getriebeöl, Frost-
	schutzmittel, Ammoniak basierende Glasreiniger, chemische Reinigungsmittel,
	Haushalts-Reinigungsmittel, Essig, Kaffee, Tee, Schmiermittel, Speiseöl, Salz
Aktivierung	Finger, Stift, Kreditkarte, Handschuh
Treiber	Touch Screen Treiber stehen für freigegebene Betriebssysteme im Download-
	bereich der B&R Homepage (www.br-automation.com) zum Download bereit.

Tabelle 150: Technische Daten Touch Screen AMT 5-Draht

¹⁾ Der aktive Bereich des Touch Screens ist gegenüber diesen Chemikalien für einen Zeitraum von einer Stunde bei 25°C resistent.

2.2 Temperatur Luftfeuchtediagramm

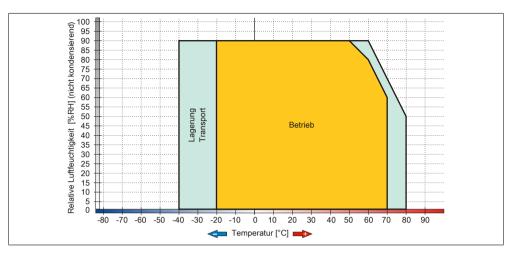


Abbildung 92: Temperatur Luftfeuchtediagramm AMT Touch Screen 5-Draht

2.3 Reinigung

Der Touch Screen ist mit einem angefeuchteten faserfreien Tuch zu reinigen. Zum Befeuchten des Tuches nur Wasser mit Spülmittel, Bildschirmreinigungsmittel oder Alkohol (Ethanol) verwenden. Das Reinigungsmittel nicht direkt auf den Touch Screen sprühen, sondern zuerst auf das Tuch! Auf keinen Fall aggressive Lösungsmittel, Chemikalien oder Scheuermittel verwenden.

3 Dekorfolie

Die Dekorfolie ist beständig nach DIN 42115 Teil 2 gegen folgende Chemikalien bei einer Einwirkung von mehr als 24 Stunden ohne sichtbare Änderungen:

Information:

Die nachfolgend angegebenen Kenndaten, Merkmale und Grenzwerte sind nur für diese Einzelkomponente alleine gültig und können von denen zum Gesamtgerät abweichen.

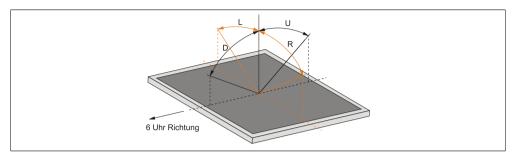
Äthanol Cyclohexanol Diacetonalkohol Glykol Isopropanol Glyzerin Methanol Triacetin Dowandol DRM/PM	Formaldehyd 37 bis 42% Acetaldehyd Aliphatische Kohlenwasserstoffe Toluol Xylol Verdünner (white spirit)	Trichloräthan Ethylacetat Diethyläther N-Butyl Acetat Amylacetat Butylcellosolve Äther
Aceton Methyl-Äthyl-Keton Dioxan Cyclohexanon MIBK Isophoron	Ameisensäure <50% Essigsäure <50% Phosphorsäure <30% Salzsäure <36% Salpetersäure <10% Trichloressigsäure <50% Schwefelsäure <10%	Chlornatron <20% Wasserstoffperoxid <25% Kaliseife Waschmittel Tenside Weichspüler Eisenchlor (FeCl ₂)
Ammoniak <40% Natronlauge <40% Kaliumhydroxid Alkalikarbonat Bichromate Blutlaugensalz Acetonitril Natriumbisulfat	Bohremulsion Dieselöl Firnis Paraffinöl Ricinusöl Silikonöl Terpentinölersatz Bremsflüssigkeit Flugzeugkraftstoff Benzin Wasser Salzwasser Decon	Eisenchlor (FeCl ₃) Dibutyl Phthalat Dioctyl Phthalat Natriumkarbonat

Tabelle 151: Chemische Beständigkeit der Dekorfolie

Die Dekorfolie ist nach DIN 42115 Teil 2, bei einer Einwirkung von weniger als einer Stunde, gegenüber Eisessig ohne sichtbaren Schaden beständig.

4 Blickwinkel

Die Blickwinkelangaben (R, L, U, D) der Displaytypen können den technischen Daten der Einzelkomponenten entnommen werden.



5 Einbaukompatibilitäten

Dieser Abschnitt beschreibt die Kompatibilität der Einbaumaße bei Power Panel 100/200, Power Panel 300/400, Power Panel 500, Automation Panel 900, Panel PC 700 und Panel PC 800 Geräte in Abhängigkeit der jeweiligen Gerätediagonalen.

Die Außenabmessungen der Gerätetypen der jeweiligen Diagonalen sind identisch.

Die verschiedenen Gerätetypen werden wie folgt abgekürzt:

Gerätetyp	Kurzform
Power Panel 100/200	PP100/200
Power Panel 300/400	PP300/400
Power Panel 500	PP500
Automation Panel 900	AP900
Panel PC 700	PPC700
Panel PC 800	PPC800

Tabelle 152: Produktabkürzungen

5.1 Kompatibilitätsübersicht

Die nachfolgende Tabelle gibt einen kurzen Überblick über die Geräte PP100/200, PP300/400, PP500, AP900, PPC700 und PPC800. Detaillierte Informationen sind dem Abschnitt 5.2 "Kompatibilitätsdetails", auf Seite 241 zu entnehmen.

Kompatibilitäten zwischen den Gerätetypen werden zeilenweise mit gleichen Symbolen dargestellt.

Größe	Format	kompatibel	PP100/200	PP300/400	PP500	AP900	PPC700	PPC800
	Quer1	Außenmaß	•	-	•	-	-	-
	Queri	Einbaumaß	•	•	•	-	-	-
5,7"	Quer2	Außenmaß	•	-	•	-	-	-
3,7	Queiz	Einbaumaß	•	•	•	-	-	-
	Hoch1	Außenmaß	•	-	•	-	-	-
	ПОСП	Einbaumaß	•	•	A	-	-	-
	Quer 1	Außenmaß	-	-	•	•	•	-
	Quei i	Einbaumaß	•	•	•	•	•	-
10,4"	Quer2	Außenmaß	-	-	•	•	•	-
10,4	Queiz	Einbaumaß	•	•	A	A	•	-
	Hoch1	Außenmaß	-	-	•	•	•	-
	HOCH	Einbaumaß	•	•	A	A	A	-
12,1"	Quer1	Außenmaß	•	-	•	•	•	-
		Einbaumaß	•	•	A	A	•	-
15"	Quer1	Außenmaß	•	-	•	•	•	•

Tabelle 153: Gerätekompatibilitätsübersicht

Einbaukompatibilitäten

Größe	Format	kompatibel	PP100/200	PP300/400	PP500	AP900	PPC700	PPC800
		Einbaumaß	•	•	A	•	•	•
		Außenmaß	•	•	•	•	•	-
	Hoch1	Einbaumaß	•	•	A	•	•	-
470		Außenmaß	-	-	-	•	•	
17"	Quer 1	Einbaumaß	-	-	-	A	A	
40"		Außenmaß	-	-	-	•	•	
19"	" Quer 1	Einbaumaß	-	-	-	A	-	
21,3" Quer 1		Außenmaß	-	-	-	•	-	-
	Quer 1	Einbaumaß	-	-	-	A	-	-

Tabelle 153: Gerätekompatibilitätsübersicht

5.2 Kompatibilitätsdetails

5.2.1 Beispiel

In den nachfolgenden Abbildungen haben die Maßangaben (alle in mm) folgende Bedeutung.

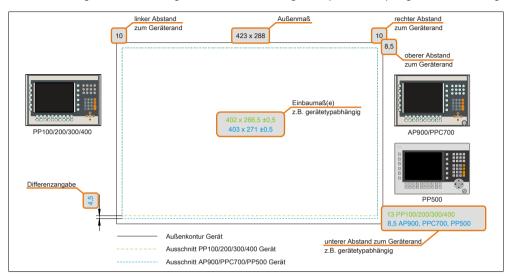


Abbildung 93: Kompatibilitätsdetails Abbildungsaufbau

5.2.2 5,7" Geräte

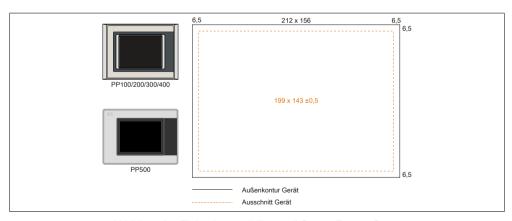


Abbildung 94: Einbaukompatibilität 5,7" Geräte Format Quer1

Die 5,7" Power Panel 500, Power Panel 300/400 und Power Panel 100/200 Geräte Format Quer1 sind zu 100% einbaukompatibel.

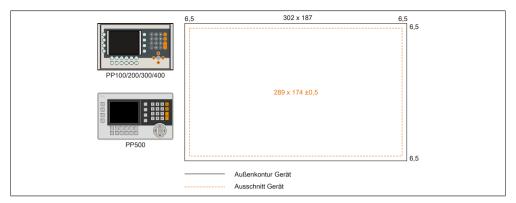


Abbildung 95: Einbaukompatibilität 5,7" Geräte Format Quer2

Die 5,7" Power Panel 500, Power Panel 300/400 und Power Panel 100/200 Geräte Format Quer2 sind zu 100% einbaukompatibel.

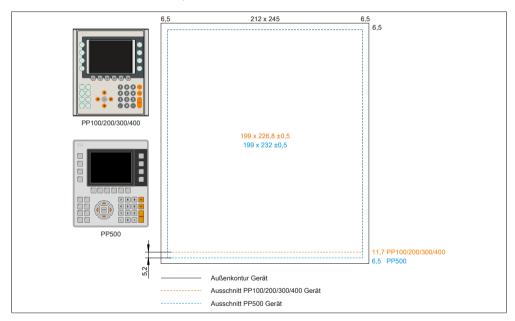


Abbildung 96: Einbaukompatibilität 5,7" Geräte Format Hoch1

Die 5,7" Power Panel 500 sind mit den Power Panel 300/400 und Power Panel 100/200 Geräten Format Hoch1 nicht zu 100% einbaukompatibel. Die Power Panel 500 Geräte benötigen einen um 5,2 mm höheren (Unterkante) Ausschnitt.

Der größere Ausschnitt kann bedingt für alle Geräte verwendet werden:

 Beim Einbau ist darauf zu achten, dass die PP100/200/300/400 Geräte möglichst mittig/ zentriert im Ausschnitt platziert und montiert werden. Ist dies nicht der Fall so können die Halteklammern nicht mehr greifen und die Dichtheit durch die umlaufende Rundschnur (IP65) ist nicht mehr gewährleistet.

5.2.3 10,4" Geräte

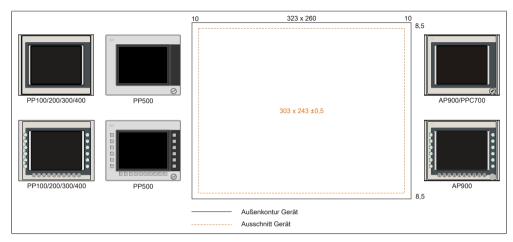


Abbildung 97: Einbaukompatibilität 10,4" Geräte Format Quer1

Die 10,4" Power Panel 500, Power Panel 300/400 und Power Panel 100/200 Geräte Format Quer1 sind zu 100% einbaukompatibel.

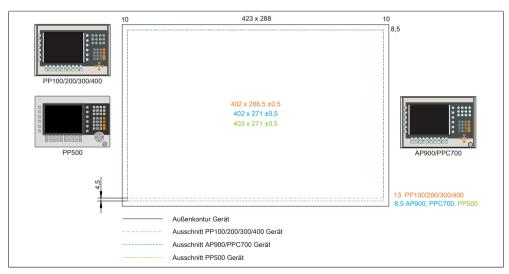


Abbildung 98: Einbaukompatibilität 10,4" Geräte Format Quer2

Die 10,4" Power Panel 500, Automation Panel 900 bzw. Panel PC 700 Geräte sind mit den Power Panel 300/400 bzw. Power Panel 100/200 Geräten Format Quer2 nicht zu 100% einbaukompatibel. Die Power Panel 500, Automation Panel 900 bzw. Panel PC 700 Geräte benötigen einen um 4,5 mm höheren (Unterkante) Ausschnitt.

Der größere Ausschnitt kann bedingt für alle Geräte verwendet werden:

Beim Einbau ist darauf zu achten, dass die PP100/200/300/400 Geräte möglichst mittig/ zentriert im Ausschnitt platziert und montiert werden. Ist dies nicht der Fall so können die Halteklammern nicht mehr greifen und die Dichtheit durch die umlaufende Rundschnur (IP65) ist nicht mehr gewährleistet.

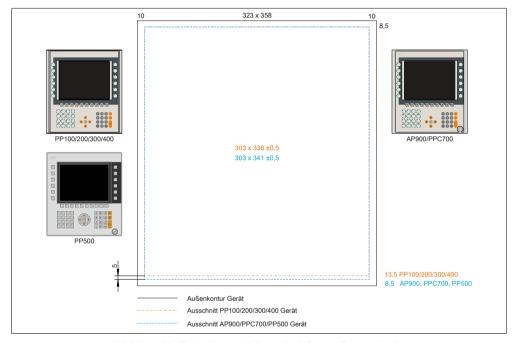


Abbildung 99: Einbaukompatibilität 10,4" Geräte Format Hoch1

Die 10,4" Power Panel 500, Automation Panel 900 bzw. Panel PC 700 Geräte sind mit den Power Panel 300/400 bzw. Power Panel 100/200 Geräten Format Hoch1 nicht zu 100% einbaukompatibel. Die Power Panel 500, Automation Panel 900 bzw. Panel PC 700 Geräte benötigen einen um 5 mm höheren (Unterkante) Ausschnitt.

Der größere Ausschnitt kann bedingt für alle Geräte verwendet werden:

Beim Einbau ist darauf zu achten, dass die PP100/200/300/400 Geräte möglichst mittig/ zentriert im Ausschnitt platziert und montiert werden. Ist dies nicht der Fall so können die Halteklammern nicht mehr greifen und die Dichtheit durch die umlaufende Rundschnur (IP65) ist nicht mehr gewährleistet.

5.2.4 12,1" Geräte

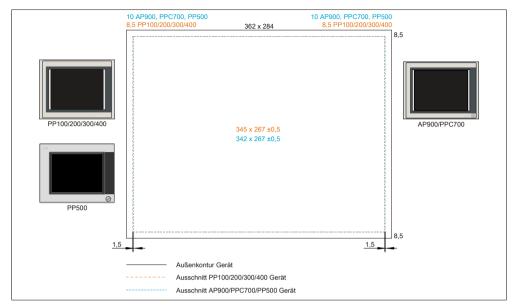


Abbildung 100: Einbaukompatibilität 12,1" Geräte Format Quer1

Die 12,1" Power Panel 500, Automation Panel 900 bzw. Panel PC 700 Geräte sind mit den Power Panel 300/400 bzw. Power Panel 100/200 Geräten Format Quer1 nicht zu 100% einbaukompatibel. Die Power Panel 300/400 bzw. Power Panel 100/200 Geräte benötigen einen um 1,5 mm breiteren (links und rechts) Ausschnitt.

Der größere Ausschnitt kann bedingt für alle Geräte verwendet werden:

Beim Einbau ist darauf zu achten, dass die PP500, AP900 und PPC700 Geräte möglichst mittig/ zentriert im Ausschnitt platziert und montiert werden.

5.2.5 15" Geräte

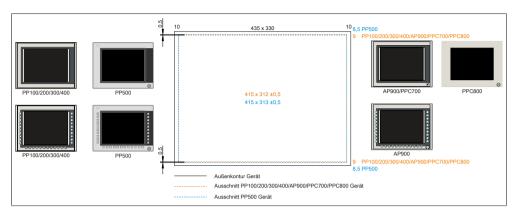


Abbildung 101: Einbaukompatibilität 15" Geräte Format Quer1

Die 15" Power Panel 500 Geräte sind mit den Power Panel 300/400, Power Panel 100/200, Automation Panel 900, Panel PC 700 bzw. Panel PC 800 Geräten Format Hoch1 nicht zu 100% einbaukompatibel. Die Power Panel 500 Geräte benötigen einen um 0,5 mm höheren (Unterund Oberkante) Ausschnitt.

Der größere Ausschnitt kann bedingt für alle Geräte verwendet werden:

 Beim Einbau ist darauf zu achten, dass die PP100/200/300/400, AP900, PPC700 und PPC800 Geräte möglichst mittig/ zentriert im Ausschnitt platziert und montiert werden. Ist dies nicht der Fall so können die Halteklammern nicht mehr greifen und die Dichtheit durch die umlaufende Rundschnur (IP65) ist nicht mehr gewährleistet.

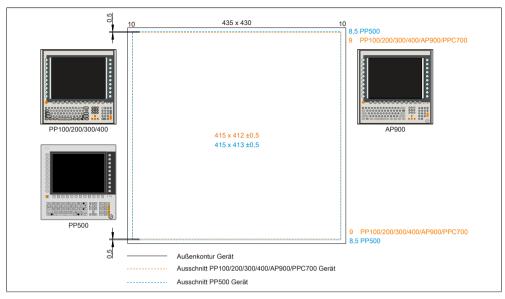


Abbildung 102: Einbaukompatibilität 15" Geräte Format Hoch1

Die 15" Power Panel 500 Geräte sind mit den Power Panel 300/400, Power Panel 100/200, Automation Panel 900 bzw. Panel PC 700 Geräten Format Hoch1 nicht zu 100% einbaukompatibel. Die Power Panel 500 Geräte benötigen einen um 0,5 mm höheren (Unter- und Oberkante) Ausschnitt.

Der größere Ausschnitt kann bedingt für alle Geräte verwendet werden:

 Beim Einbau ist darauf zu achten, dass die PP100/200/300/400, AP900 und PPC700 Geräte möglichst mittig/ zentriert im Ausschnitt platziert und montiert werden. Ist dies nicht der Fall so können die Halteklammern nicht mehr greifen und die Dichtheit durch die umlaufende Rundschnur (IP65) ist nicht mehr gewährleistet.

5.2.6 17" Geräte

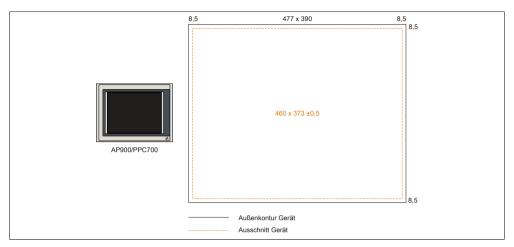


Abbildung 103: Einbaukompatibilität 17" Geräte Quer1

17" Automation Panel 900 und Panel PC 700 Format Quer1 sind zu 100% einbaukompatibel.

5.2.7 19" Geräte

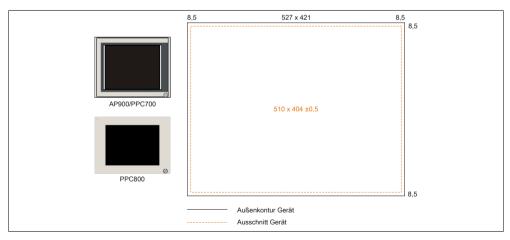


Abbildung 104: Einbaukompatibilität 19" Geräte Quer1

 $19\ensuremath{^{\circ}}$ Automation Panel 900, Panel PC 700 und Panel PC 800 Format Quer1 sind zu 100% einbaukompatibel.

5.2.8 21,3" Geräte

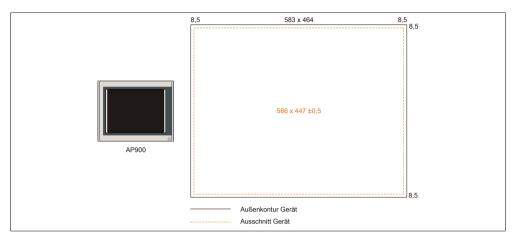


Abbildung 105: Einbaukompatibilität 21,1" Geräte Quer1

6 Abkürzungen

Abkürzung	Steht für	Beschreibung
NC	Normally closed	Steht bei einem Relaiskontakt für Öffner.
	Not connected	Wird bei der Beschreibung von Anschlussbelegungen verwendet, wenn eine Klemme oder ein Pin modulseitig nicht angeschlossen ist.
ND	Not defined	Steht in den technischen Datentabellen für einen nicht definierten Wert. Z. B. weil es von einem Kabelhersteller zu bestimmten technischen Daten keine Angabe gibt.
NO	Normally open	Steht bei einem Relaiskontakt für Schließer.
TBD	To be defined	Wird in den technischen Datentabellen verwendet, wenn es derzeit zu diesem technischen Datum noch keine Angabe gibt. Der Wert wird zu einem späteren Zeitpunkt nachgeliefert.

Tabelle 154: Im Anwenderhandbuch verwendete Abkürzungen

7 Glossar

ACPI	Advanced Configuration and Power Interface > Konfigurations- schnittstelle, die es dem Betriebssystem gestattet, die Stromver- sorgung für jedes an den PC angeschlossene Gerät zu kontrol- lieren. Mit ACPI ist das BIOS des Rechners nur noch für die De- tails der Kommunikation mit der Hardware verantwortlich.
Adresse	Zeichenfolge zur Kennzeichnung eines Speicherplatzes oder eines Speicherbereichs, wo Daten hinterlegt und wiedergeholt werden können oder, wie z.B. bei numerischen Steuerungen, ein Symbol zur Kennzeichnung einer Funktionseinheit für die die dem Symbol folgenden Geometrie- oder Technologiedaten bestimmt sind.
Algorithmus	nach DIN 19226: vollständig festgelegte endliche Folge von Vorschriften, nach denen aus zulässigen Eingangsgrößen eines Systems gewünschte Ausgangsgrößen erzeugt werden. Er beschreibt, wie etwas zu tun ist. Um im Sinne der Mathematik als Algorithmus zu gelten, muss ein Verfahren mindestens den folgenden Ansprüchen genügen.
	Diskretheit > ein Algorithmus besteht aus einer endlichen Folge von Schritten.
	Determiniertheit > unter gleichen Startbedingungen erzeugt er stets dasselbe Endergebnis.
	Eindeutigkeit > die Reihenfolge der Schritte ist eindeutig festgelegt.
	Endlichkeit > er endet nach endlich vielen Schritten.
	Mengentheoretisch betrachtet ist ein Algorithmus eindeutig bestimmt durch eine Menge von Größen [Eingangs-, Zwischen- und Ausgangsgrößen], eine Menge von Elementaroperationen sowie durch eine Vorschrift, die angibt, in welcher Reihenfolge welche Operationen wann auszuführen sind. Aus funktionaler Sicht überführt er eine Menge von Eingangsgrößen [Eingabemenge] in eine Menge von Ausgangsgrößen [Ausgabemenge]. Seine Darstellung kann textuell in einner natürlichen oder künstlichen formalen Sprache oder mittels grafischer Darstellungen [Graph, Programmablaufplan, Struktogramm, Petri-Netze u.ä.] erfolgen.
ANSI	American National Standards Institute > Amerikanisches Normeninstitut fördert und verwaltet amerikanische Industrienormen.
Ausfall	Failure nach IEC 61508 > Beendigung der Fähigkeit einer Funktionseinheit, eine geforderte Funktion auszuführen. In bezug auf sicherheitsgerichtete Systeme wird, je nach dem ein Ausfall das System in einen gefährlichen oder ungefährlichen Zustand versetzt, zwischen gefährlichen [dangerous] und ungefährlichen [safe] Ausfällen unterschieden. Die Ausfallursache kann dabei belastungs- oder alterungsbedingt rein zufälliger Natur sein, man spricht dann von einem zufälligen Ausfall, oder durch einen systemimmanenten Mangel bedingt sein. In diesem Fall spricht man von einem systematischen Ausfall.
Automation Runtime	Einheitliches Laufzeitsystem für alle B&R Automatisierungskomponenten.
B&R Automation Runtime	MS-Windows basiertes Programm zur Erstellung von Installati- onsdisketten um B&R Automation Runtime™ auf dem Zielsystem zu installieren.
Baudrate	Maß für die Datenübertragungsgeschwindigkeit. Sie gibt die Anzahl der Zustände eines übertragenen Signals pro Sekunde an und wird in der Einheit Baud gemessen. 1 Baud = 1 Bit/s bzw. 1 bps

BIOS	Basic Input/Output System > zu deutsch »grundlegendes Eingabe-Ausgabe-System «. Kernsoftware bei Computersystemen mit grundlegenden Routinen um Ein- und Ausgabevorgänge an Hardwarekomponenten zu steuern, nach dem Systemstart Tests durchzuführen und das Betriebssystem zu laden. Der Anwender kommt mit dem BIOS gewöhnlich nicht in Berührung, wenngleich es für die Leistung eines Systems mitbestimmend ist.
Bit	Binary Digit > Binärstelle, Binärzeichen, Binärziffer kleinste diskrete Informationseinheit. Ein Bit kann mit dem Wert 0 oder 1 belegt sein.
Byte	Datenformat [1 Byte = 8 Bit] bzw. Einheit zur Charakterisierung von Informationsmengen und Speicherkapazitäten. Geläufige Steigerungsstufen sind: KB, MB, GB.
Cache	Hintergrundspeicher > auch Schattenspeicher oder Schnellpufferspeicher genannt, der den schnellen Hauptspeicher eines Rechners entlastet. Daten, die z.B. vom Arbeitsspeicher an langsamere Komponenten wie Plattenspeicher oder Drucker ausgegeben werden sollen, werden im Cache zwischengelagert und von dort mit einer für die Zielgeräte angemessenen Geschwindigkeit ausgegeben.
CMOS	akkugespeister Speicher > in ihm werden fundamentale Parameter eines IBM Personal Computers oder eines kompatiblen Computers gespeichert. Die Informationen werden vor allem beim Booten des Computers benötigt und umfassen u.a. den Typ der Festplatte, die Größe des Arbeitsspeichers sowie die aktuelle Zeit und das aktuelle Datum. Der Speicher basiert, wie es der Name andeutet, in aller Regel auf der CMOS-Technologie.
СОМ	Ist im Betriebssystem MS-DOS ein Gerätename, mit dem die se- riellen Ports angesprochen werden. Der erste serielle Port ist da- bei unter COM1 zu erreichen, der zweite unter COM2 usw. An einem seriellen Port wird typischerweise ein Modem, eine Maus oder ein serieller Drucker angeschlossen.
COM1	Gerätename für den ersten seriellen Port in einem PC-System. Der Eingabe-Ausgabe-Bereich von COM1 befindet sich gewöhnlich an der Adresse 03F8H. In der Regel ist dem COM1-Port der IRQ 4 zugewiesen. In vielen Systemen wird an COM1 eine serielle RS232-Maus angeschlossen.
COM2	Gerätename für den zweiten seriellen Port in einem PC-System. Der Eingabe-Ausgabe-Bereich von COM2 befindet sich gewöhnlich an der Adresse 02F8H. In der Regel ist dem COM2-Port der IRQ 3 zugewiesen. In vielen Systemen wird an COM2 ein Modem angeschlossen.
Controller	Eine Gerätekomponente, über die andere Geräte auf ein Sub- system des Computers zugreifen. Ein Disk-Controller steuert z.B. den Zugriff auf Festplatten- und Diskettenlaufwerke und ist dabei sowohl für die physikalischen als auch die logischen Laufwerks- zugriffe verantwortlich.
СРИ	Central Processing Unit > Die Rechen- und Steuereinheit eines Computers; die Einheit, die Befehle interpretiert und ausführt. Wird auch als Zentraleinheit oder Mikroprozessor bezeichnet. Eine CPU besitzt die Fähigkeit, Befehle zu laden, zu dekodieren und auszuführen, sowie Informationen von und zu anderen Ressourcen zu übertragen.
CTS	Clear To Send > zu deutsch »Sendebereitschaft«. Ein Signal bei der seriellen Datenübertragung, das von einem Modem an den angeschlossenen Computer gesendet wird, um damit die Bereitschaft zum Fortsetzen der Übertragung anzuzeigen. CTS ist ein Hardwaresignal, das über die Leitung Nummer 5 nach dem Standard RS-232-C übertragen wird.
DCD	Data Carrier Detected > In der seriellen Kommunikation verwendetes Signal, das ein Modem an den eigenen Computer sendet, um anzuzeigen, dass es für die Übertragung bereit ist.

DIMM	Double In-line Memory Modul > Speichermodul, bestehend aus einem oder mehreren RAM-Chips auf einer kleinen Platine, die über eine Steckverbindung mit dem Motherboard eines Computers verbunden ist.
DMA	Direct Memory Access > Beschleunigter Direktzugriff auf den Arbeitsspeicher eines Rechners unter Umgehung des Zentralprozessors.
DRAM	Dynamic Random Access Memory > Dynamische RAMs stellen integrierte Halbleiterschaltungen dar, die Informationen nach dem Kondensator-Prinzip speichern. Kondensatoren verlieren in relativ kurzer Zeit ihre Ladung. Deshalb müssen dynamische RAM-Platinen eine Logik zum ständigen »Auffrischen« (zum Wiederaufladen) der RAM-Chips enthalten. Da der Prozessor keinen Zugriff auf den dynamischen RAM hat, wenn dieser gerade aufgefrischt wird, können ein oder mehrere Wartezustände beim Lesen oder Schreiben auftreten. Dynamische RAMs werden häufiger eingesetzt als statische RAMs, obwohl sie langsamer sind, da die Schaltung einfacher konstruiert ist und viermal so viele Daten wie ein statischer RAM-Chip speichern kann.
DSR	Data Set Ready > Ein in der seriellen Datenübertragung verwendetes Signal, das von einem Modem an den eigenen Computer gesendet wird um die Arbeitsbereitschaft anzuzeigen. DSR ist ein Hardwaresignal, das in Verbindungen nach dem Standard RS-232-C über die Leitung 6 gesendet wird.
DTR	Data Terminal Ready > Ein in der seriellen Datenübertragung verwendetes Signal, das von einem Computer an das angeschlossene Modem gesendet wird, um die Bereitschaft des Computers zur Entgegennahme eingehender Signale anzuzeigen.
DVI	Digital Visual Interface > Ist eine Schnittstelle zur digitalen Übertragung von Videodaten.
Echtzeit	ein System arbeitet in Echtzeit bzw. ist echtzeitfähig, wenn es Eingangsgrößen [z.B. Signale, Daten) in einer definierten Zeitspanne aufnimmt, verarbeitet und die Ergebnisse rechtzeitig für ein Partnersystem oder die Systemumgebung bereitstellt. Hierzu siehe auch Echtzeitanforderungen und Echtzeitsystem.
EMV	Elektromagenetische Verträglichkeit > Fähigkeit eines Gerätes, in der elektromagnetischen Umwelt zufriedenstellend zu arbeiten, ohne dabei selbst elektromagnetische Störungen zu verursachen, die für andere in dieser Umwelt vorhandene Geräte unannehmbar wären [IEV 161-01-07].
EN	Europäische Norm > siehe CENELEC
EPROM	Erasable PROM > (mit ultraviolettem Licht vollständig) löschbarer PROM
Erde	Im Zusammenhang mit elektrotechnischen Sachverhalten versteht man darunter das mehr oder weniger elektrisch gut leitende Erdreich, das ausserhalb des Einflussbereichs von Erdern oder anderen elektrischen Phänomenen keine Potentialunterschiede aufweist)

ESD	Electrostatic Discharge > elektrostatische Entladung, (korrekt: Entladung statischer Elektrizität. Vorgang des Ladungsausgleichs zwischen festen, flüssigen oder gasförmigen Medien, die unterschiedlich elektrostatisch aufgeladen sind. Er ist meistens von einer Gleit-, Büschel-, Funken- oder auch blitzähnlichen Entladungserscheinung begleitet, kann aber auch ausschließlich leitungsgebunden über eine Kontaktstelle ablaufen, und zwar dann, wenn die Potentialdifferenz vor der Berührung 330 Volt nicht überschreitet. Bei Funkenbildung können brennbare Gase und Dämpfe oder explosible Gemische gezündet und durch die mit einer Entladung einhergehenden Ströme und Felder elektronische Bauelemente geschädigt, zerstört oder elektronische Betriebsmittel in ihrer Funktion beeinträchtigt werden. Die erstgenannten Wirkungen fallen in den Zuständigkeitsbereich des Brand- und Explosionsschutzes bzw. der technischen Sicherheit, die letzteren dagegen in die Bereiche des Schutzes elektrostatisch gefährdeter Bauteile (EGB) und der elektromagnetischen Verträglichkeit (EMV). Von besonderer Bedeutung beim Umgang mit elektronischer Gerätetechnik sind die von Personen auf Schaltkreise, Leiterplatten, Bedienelemente, und Gefäßoberflächen im Rahmen von Transport-, Montage-, Prüf-, Bedien-, Reparatur- und Servicehandlungen möglichen elektrostatischen Körperentladungen. Mit folgenden elektrischen Werten ist dabei zu rechnen: Energieinhalt 10 bis 30 mJ, elektrostatische Spannung 0,1 bis 20 kV, Entladungsstromstärke bis 30 A (Pulsamplitude, Stromänderungsgeschwindigkeit bis 100 A/ns, elektrische Feldstärke 1 bis 4 kV/mmagnetische Feldstärke bis 15 A/m in cm-Nähe der Entladung.
Ethernet	Basisband-Bussystem > von RANK XEROX Anfang der siebziger Jahre des vorigen Jahrhunderts ursprünglich für die Verknüpfung von Minicomputern entwickelt. Es basiert auf dem CS-MA/CD-Zugriffsverfahren. Als Übertragungsmedium dienen Koaxialkabel bzw. Twisted-Pair-Leitungen [verdrillte Kupferdoppeladern], Übertragungsgeschwindigkeiten: 10 Mbps [Ethernet], 100 Mbps [Fast Ethernet] sowie 1Gbps bzw. 10 Gbps [Gigabit Ethernet], weit verbreitete Technik zum Vernetzen von Rechnern in einem LAN, seit 1985 genormt [IEEE 802.3 und ISO 8802-3]. Die Ethernet-Technologie hat sich im Bürobereich allgemein durchgesetzt. Nach Ermöglichung auch sehr harter Echtzeitanforderungen und Anpassung der Gerätetechnik [Buskabel, Patchfelder, Anschlussdosen] an die gegenüber den Bürobereichen wesentlich rauheren Einsatzbedingungen des industriellen Umfeldes dringt sie zunehmend in die Feldbereiche der Automatisierungstechnik vor.
Fehler	Fault > nach IEC 61508: nicht normale Bedingung, die eine Verminderung oder den Verlust der Fähigkeit einer Funktionseinheit verursachen kann, eine geforderte Funktion auszuführen.
Feldbus	Bussytem im prozeßnahen Bereich zum direkten Anschluß von Sensoren und Aktuatoren mit eigener Intelligenz. Auf einem Feldbus werden kleinere Datenmengen zwischen Sensorik, Aktorik und Steuereinrichtung in digitaler Form übertragen. Die Übertragung muß dabei möglichst schnell, d.h. echtzeitnah erfolgen. Zudem muß eine feste minimale und maximale Antwortzeit garantiert sein. In modernen Automatisierungssystemen ersetzen zunehmend serielle Feldbusse die konventionelle parallele Feldverkabelung. Die serielle Vernetzung der Komponenten spart Zeiten bei der Planung und Installation, außerdem werden Schaltschrankausmaße reduziert sowie Ausfall- und Wartungszeiten verkürzt und damit eine bessere Anlagenverfügbarkeit erzielt. Systemerweiterungen, -änderungen und –ergänzungen sind einfach zu realisieren.

FIFO	First In First Out > Organisationsprinzip einer Warteschlange, bei
riro	dem die Entnahme der Elemente in der gleichen Reihenfolge wie beim Einfügen abläuft - das zuerst hinzugefügte Element wird auch als Erstes wieder entnommen. Eine derartige Anordnung ist typisch für eine Liste von Dokumenten, die auf ihren Ausdruck warten.
Filter	Filter im Sinne der Entstörtechnik sind Bausteine zur Dämpfung leitungsgeführter Störgrößen. Ihre sinnvolle Anwendung setzt voraus, dass sich die spektralen Anteile der Nutz- und Störgrößen hinreichend voneinander unterscheiden. Dies ermöglicht bei geeigneter Auslegung der Filterparameter eine selektive Dämpfung von Störgrößen ohne merkliche Beeinträchtigung der Nutzgrößen. Der eigentliche Dämpfungseffekt wird dabei im wesentlichen durch Spannungsteilung erreicht und die dadurch erzielbare Filterwirkung durch die sogenannte Einfügungsdämpfung beschrieben. Filter können sowohl an einer Störquelle zur Verhinderung der Aussendung leitungsgeführter Störgrößen als auch an einer Störsenke zur Erhöhung der Störfestigkeit gegenüber leitungsgeführten Störgrößen eingesetzt werden. Neben den hauptsächlich verwendeten passiven Filtern, die sich aus passiven Bauelementen konfigurieren, gibt es auch aktive Filter, in denen Bauelemente eingesetzt werden, die einer Stromversorgung bedürfen. Aktive Filter sind als Signalfilter weit verbreitet. In Stromversorgungsnetzen kommen sie nur in Sonderfällen zur Anwendung.
Firewall	wörtlich: Brandmauer, Feuerschutzwand > Bezeichnet ein elektronisches, hardware- und/oder softwarebasiertes Sicherheitssystem zwischen zwei Netzen, beispielsweise zwischen Intranet und Internet, das die Computer bzw. das interne Netz eines Unternehmens vor unbefugtem Zugriff aus dem Internet schützt. Nur Daten für bestimmte, berechtigte Dienste dürfen an einem fest definierten Punkt die Sicherheitsbarriere passieren.
Firmware	Programme, die in Festwertspeichern fest eingebrannt sind, Software für den Betrieb von computergesteuerten Geräten, die im allgemeinen während der Gerätelebensdauer oder über einen längeren Zeitraum konstant bleibt. z.B. Betriebssysteme für CPUs und Applikationsprogramme für Industrie-PCs und speicherprogrammierbare Steuerungen, beispielsweise die Software in einer Waschmaschinensteuerung. Sie ist in einem Festwertspeicher [ROM, PROM, EPROM] hinterlegt und kann nicht ohne weiteres ausgetauscht werden.
Floppy	Diskette > Eine runde Kunststoffscheibe mit einer Eisenoxid-Beschichtung, die ein Magnetfeld speichern kann. Wenn die Floppy Disk in ein Diskettenlaufwerk eingelegt wird, rotiert sie, sodass die verschiedenen Bereiche (oder Sektoren) der Disk-Oberfläche unter den Schreib-Lese-Kopf gelangen, der die magnetische Orientierung der Partikel verändern und aufzeichnen kann. Die Orientierung in eine Richtung stellt eine binäre 1, die entgegengesetzte Orientierung eine binäre 0 dar.
GB	Gigabyte > 1 GB = 1.024 MB bzw. 1.073.741.824 Bytes

Gerät	Der Begriff "Gerät" steht umgangssprachlich als Synonym für Apparat, Instrument, Ausrüstungs- bzw. Gebrauchsgegenstand, Vorrichtung, Werkzeug oder Utensil. Dabei handelt es sich in erster Linie um fest installierte oder mobile Einrichtungen relativ kleiner räumlicher Abmessungen, deren spezifische Funktion oder spezieller Einsatzbereich in der Regel durch einen entsprechenden Wortvorsatz gekennzeichnet ist wie z.B. in den Wortverbindungen Sportgerät, Gartengerät, Küchengerät, Hörgerät, Funksprechgerät, Faxgerät, Diktiergerät, Kopiergerät, Messgerät, Steuergerät, Automatisierungsgerät, Peripheriegerät u.v.a. Darüber hinaus gibt es festes und mobiles Großgerät, beispielsweise militärisches [Panzer, Flugzeuge, Schiffe], medinisches wie Computertomographen, geologisches wie Erdbohrer, Großraumbagger und Förderbrücken und solches für die Forschung wie z.B. Teilchenbeschleuniger. Technisch gesehen [DIN 40150] sind Geräte aus Bauelementen, Bauteilen und Baugruppen zusammengesetzt. Als Geräte im Sinne des EMVG, d.h. in juristischem Sinn, gelten alle elektrischen und elektronischen Apparate, Systeme, Anlagen und Netze, die elektrische oder elektronische Bauteile enthalten. Diese Gerätedefinition steht im Widerspruch zur gewachsenen und auch im DIN-Vorschriftenwerk [siehe oben] manifestierten Vorstellungswelt des Ingenieurs zum Gerätebegriff und ist demzufolge Ursache vieler Mißverständnisse bei der Anwendung des EMVG.
HDD	Hard Disk Drive > Nicht wechselbarer magnetischer Massenspeicher mit hoher Kapazität z.B. 120GB.
Host	Gastgeber, Wirt > bei Computersystemen, die über mehrere CPUs und Bus Master verfügen, versteht man darunter diejenige Einheit, die über die Arbitration Unit und die Host-CPU verfügt oder die die Kontrolle über das Gesamtsystem besitzt. Im Zusammenhang mit dem Internet wird ein ständig verfügbarer Netzserver als Host bezeichnet. Hot Swap > Heißes Wechseln (Wechseln von Rechnerkomponenten während des laufenden Betriebs. Es werden drei unterschiedliche Stufen unterschieden: Basic Hot Swap, Full Hot Swap und das High Avaibility Modell. Beim Basic Hot Swap, der einfachsten Form des "Heißen Wechselns" muß über die Tastatur des Computers die zu wechselnde Baugruppe zunächst deaktiviert bzw. die Rechnerkonfiguration angepaßt werden. Hierfür sind in der Regel Computerspezialisten erforderlich. Beim Full Hot Swap dagegen übernimmt eine auf der zu ziehenden oder zu steckenden Komponente installierte Software die Aktivierung bzw. Deaktivierung. Über einen integrierten Schalter an der Frontseite der Steckeinheit wird dem Rechner der Beginn des Aushebe- oder das Ende des Einhebevorgangs signalisiert. Im Gegenzug zeigt eine LED an der Frontseite an, daß der Aushebevorgang gestartet werden kann bzw. die eingesetzte Baugruppe eingegliedert ist. Das High Availability Modell kommt in hochverfügbaren Computersystemen zur Anwendung. Hier erfolgt die Hot Swap Softwaresteuerung nicht durch jede einzelne Komponente, sondern zentral über einen separaten Hot Swap Controller
НТТР	IHSC]. Dadurch können ausgefallene Boards automatisch deaktiviert und Rechnerabstürze vermieden werden. Hyper Text Transfer Protocol > Datenübertragungsprotokoll für die Übertragung von HTML-Seiten und den daran gekoppelten Dateien aller Art. Es ist das Protokoll, auf dem das gesamte WWW beruht. Das heißt, es regelt das Zusammenspiuel zwischen Web-Browser und Web-Server. Es wird bei jedem Mausklick auf einen Hyperlink aktiv und sorgt dafür, dass dem Browser die jeweils nächste gewünschte Information zur Verfügung gestellt wird.
	www.w3c.org/Protocols

Hub	Steht im Englischen für Radnabe, Mittelpunkt, Zentrum. Hier: zentrales Verbindungsgerät in einem Netz mit sternförmiger To-
	pologie, das ankommende Datenpakete [ähnlich wie eine Mehr- fachsteckdose die Spannung] an alle angeschlossenen Endge- räte verteilt.
IDE	Integrated Device Electronics > Schnittstelle für Massenspeicher, wie HDD, bei der sich die Controller-Elektronik im Laufwerk selbst befindet.
IEC	International Electrotechnical Commission > Internationale Elektrotechnische Kommission (internationale Normungsorganisation, die alle Nationalen Elektrotechnischen Komitees umfaßt. Sie arbeitet und verabschiedet auf weltweiter Ebene elektrotechnische Normen; Sitz: Genf.
	www.iec.ch
Interface	Schnittstelle
Internet	International Network > weltweiter Verbund von Rechnern und Rechnernetzen unterschiedlicher Größe und Architektur, die mit den verschiedensten Betriebssystemen arbeiten. Dabei werden dezentral auf Rechnern [Servern] Informationen hinterlegt, die von jedermann jederzeit mit seinem Rechner [Client] abgerufen werden können. Es entstand schrittweise in den letzten Jahrzehnten und bildet gegenwärtig die Basis für den weltweiten Informations-, Daten- und Dokumentenaustausch z.B. per E-Mail. Populärstes Netz der Welt, zur Zeit schätzungsweise 500 Millionen Nutzer.
	www.isoc.org
IP .	Internet Protocol > Protokoll [Methode, Verfahrensweise] nach der Daten innerhalb eines Netzwerks, z.B. im Internet oder Intranet von einem Computer zu einen anderen gelangen. Jeder im Netz vorhandene Computer ist eindeutig durch seine IP-Adresse gekennzeichnet. Werden Daten von einem Computer zu einem anderen gesendet, werden sie in kleine Informationspakete zerlegt, von denen jedes sowohl die Adresse des Senders wie auch des Empfängers enthält. Diese Pakete können über das Netz auf unterschiedlichen Wegen in von der Sendesequenz abweichender Reihenfolge am Bestimmungsort ankommen. Dort werden sie von einem anderen Protokoll, dem sogenannten Transmission Control Protocol [TCP] wieder in die richtige Reihenfolge gebracht.
ISO	International Organization for Standardization > Internationale Organisation für Normung (weltweite Föderation nationaler Normungsinstitutionen von über 130 Ländern). Die Bezeichnung ISO ist kein Akronym des Namens der Organisation, sondern entspricht den ersten drei Buchstaben des griechischen Wortes isos, was soviel wie "gleich" im Sinne von Gleichheit bedeutet.
littor	WWW.iso.ch Litter ist ein Regriff zur Konnzeichnung zeitlicher Schwenkungen
Jitter	Jitter ist ein Begriff zur Kennzeichnung zeitlicher Schwankungen zyklischer Ereignisse. Soll beispielsweise ein solches Ereignis alle 200µs auftreten und tritt es tatsächlich in den Grenzen von 198 bis 203µs in Erscheinung, dann ist für dieses Beispiel der Jitter 5µs. Jitter hat mannigfaltige Ursachen. Er entsteht in den Komponenten und Übertragungswegen von Netzen durch Rauschen, Übersprechen, elektromagnetische Interferenzen und zahlreiche andere zufällige Vorgänge. Speziell in der Automatisierungstechnik ist Jitter ein Maß für die Qualität von Synchronisation und Timing.

Latenzzeit	Synonym für Verzögerungszeit, Reaktionszeit, Durchlaufzeit bzw. Verweilzeit. Technisch gesehen die Zeitspanne, die ein Gerät benötigt, um auf ein Eingangsereignis am Ausgang zu reagieren oder auch die Zeit, die z.B. ein Datenpaket benötigt, um ein Netzwerk vom Sender zum Empfänger zu durchqueren oder die es in einem Netzwerkgerät verbleibt, ehe es weitergeleitet wird.
Laufzeitsystem	In der Computertechnik: Gesamtheit aller Routinen, die zur Ausführung eines in einer speziellen Programmiersprache geschriebenen Programms auf einer speziellen Plattform erforderlich sind [Interaktionen mit dem Betriebssystem, Speichermanagement, Fehlerbehandlungroutinen u.v.a.m.]. In der Automatisierungstechnik gibt es zur Zeit praktisch für jeden Steuerungstyp [SPS, CNC, PC-basierte Systeme, Robotersteuerungen u.a.] eine große Zahl an herstellerspezifischen Laufzeitsystemen. In verteilten Automatisierungssystemen sind dadurch Flexibilität, Funkionalität und Leistungsfähigkeit der einzelnen Geräte oft nur eingeschränkt nutzbar. Abhilfe scheint sich hier durch den Einsatz der Net-Technologie von Microsoft, wozu das CLR-Laufzeitsystem gehört, anzubahnen. In der Nachrichtentechnik bezeichnet ein Laufzeitsystem einen Filter zur Signalentzerrung, der Störungen beseitigt, die dadurch zustande kommen, dass sich, wie z.B. über Funk, Signalteile über verschieden lange Wege mit unterschiedlichen Laufzeiten ausbreiten, was beim Empfänger zu Signalverzerrungen führt.
LCD	Liquid Crystal Display> Flüssigkristallanzeige (LCDs leuchten nicht selbst sondern reflektieren nur das Umgebungslicht oder lassen Licht durchscheinen).
LED	Light Emitting Diode> lichtemittierende Diode (Leuchtdiode, Luminiszenzdiode)
Maschine	Als Maschine wird nach der Maschinenrichtlinie eine Gesamtheit miteinander verbundener Teile verstanden, von denen mindestens eines beweglich ist. Neben den mechanischen Komponenten gehören auch Betätigungs-, Steuer- und Energiekomponenten zu der Maschine. Siehe auch Automatisierungsobjekt.
MB	Megabyte > 1 MB = 220 bzw. 1.048.576 Bytes
Motherboard	Mutterplatine > Leiterplatte, auf der die Hauptkomponenten eines Computers wie CPU-Schaltkreis, Co-Prozessoren, Arbeitsspeicher, Festwertspeicher für Firmware, Interface-Schaltkreise und Erweiterungs-Slots für Hardware- Erweiterungen untergebracht sind.
MTBF	Mean Time Between Failures > mittlere fehlerfreie Betriebszeit, mittlerer Ausfallabstand (mittlere Zeitspanne zwischen zwei Ausfällen bei reparierbaren Objekten, Zuverlässigkeitskenngröße).
MTBF	Mean Time Between Failures > mittlere fehlerfreie Betriebszeit, mittlerer Ausfallabstand (mittlere Zeitspanne zwischen zwei Ausfällen bei reparierbaren Objekten, Zuverlässigkeitskenngröße).
мтсх	Maintenance Controller EXtended > Der MTCX ist ein eigenständiges Prozessorsystem, das zusätzliche Funktionen, die in einem "normalen" PC nicht vorhanden sind, bei einem B&R Industrie PC zur Verfügung stellt. Der MTC kommuniziert mit dem B&R Industrie PC über den ISA-Bus (mittels Koppelregister).
Multitasking	Betriebsart in einem Betriebssystem bei der in einem Computer mehrere Aufgaben quasi gleichzeitig parallel ausgeführt werden.
NC	Numerical Control > Numerische Steuerung
Nennstrom	Der Nennstrom ist der Effektivwert des Phasenstroms (Strom in der Motorzuleitung) für die Entwicklung des Nennmoments bei Nenndrehzahl. Bei Einhaltung der Umgebungsbedingungen kann dies beliebig lang abgegeben werden.

Objekt	Gegenstand oder Sache der realen Welt bzw. Gegenstand, Sache oder Person der/die Ziel einer Handlung ist oder der/die eine solche erduldet. In Verbindung mit Software eine abgeschlossene Einheit, die bestimmte Daten [Attribute] und Funktionen [Operationen] enthält.
OEM	Original Equipment Manufacturer > Unternehmen, das fremd- und eigengefertigte Komponenten in das eigene Erzeugnissor- timent integriert und diese Produkte unter eigenem Namen ver- treibt.
PnP	Plug and Plug > Ein Satz mit Spezifikationen, die von Intel entwickelt wurden. Der Einsatz von Plug and Play ermöglicht es, dass ein PC sich automatisch selbst konfigurieren kann, um mit Peripheriegeräten (z.B. Bildschirmen, Modems und Druckern) zu kommunizieren. Benutzer können ein Peripheriegerät elben (plug) und es anschließend sofort ausführen (play), ohne das System manuell konfigurieren zu müssen. Ein Plug and Play-PC benötigt ein BIOS, das Plug and Play unterstützt, sowie eine entsprechende Expansion Card.
POST	Power - On Self Test > Ein Satz von Routinen, die im Nur-Le- se-Speicher (ROM) des Computers abgelegt sind und verschie- dene Systemkomponenten testen, z.B. den RAM, die Disketten- laufwerke und die Tastatur, um deren ordnungsgemäße Verbin- dung und Betriebsbereitschaft festzustellen. Bei auftauchenden Problemen alarmieren die POST-Routinen den Benutzer durch mehrere Signaltöne oder Anzeigen einer häufig von einem Dia- gnosewert begleiteten Meldung auf der Standardausgabe oder dem Standardfehlergerät (in der Regel dem Bildschirm). Verläuft der Post erfolgreich, geht die Steuerung an den Urlader des Sys- tems über.
POWERLINK	siehe ETHERNET Powerlink www.ethernet-powerlink.org
Power Panel	Geräte dieser B&R Produktfamilie integrieren Visualisierung, Steuerung und Ein-/Ausgabekomponenten kompakt in einem Gerät.
Programmiersprachen	Sind künstliche Sprachen mit strenger Syntax, Semantik, sowie eindeutigen Symbolen und speziellen Wörtern zur Umsetzung [Notation] von Lösungsalgorithmen in ein von einem Computer ausführbares Programm. Seit dem Bau des ersten funktionsfähigen programmgesteuerten Rechners Z3 im Jahre 1941 wurden für die verschiedensten Anwendungbereiche über tausend Programmiersprachen entwickelt. Eine Übersicht zu Evolution, Stand und Zukunft der Programmiersprachen geben die folgende Websites.
Provit 2000	Ist eine Produktfamilienbezeichnung für die B&R Industrie PCs. Wird in folgende Produkte unterteilt: IPC2000, IPC2001, Compact IPC (IPC2002) und dazugehörige Displayeinheiten.
Prozess	Ablauf, Vorgang oder Verfahren, in dem zeitlich kontinuierlich oder diskontinuierlich quantitative oder qualitative Veränderungen der Parameter bzw. des Zustandes eines realen oder virtuellen Betrachtungsobjekts oder Mediums vollzogen werden. Jeder Prozess hat einen definierten Anfang und ein definiertes Ende. Je nach dem, was in einem Prozess geschieht bzw. welche Objekte das Prozessgeschehen zu erdulden haben, sind speziell in den Wirtschafts- und Industriebereichen eine Vielzahl von Prozessen zu unterscheiden wie z.B. Wertschöpfungsprozesse [Produktions- und Fertigungsprozesse], Dienstleistungsprozesse [Logistik-, Wartungs- und Instandhaltungsprozesse], Managementprozesse [Planungs- und Lenkungsprozesse] u.v.a.m. Speziell bei technologischen Prozessen unterscheidet man je nach der Kontinuität des Hauptprozeßgeschehens kontinuierliche Prozesse, diskontinuierliche Prozesse und Chargenprozesse.

RAM	Random Access Memory > Speicher mit wahlfreiem Zugriff. Ein Halbleiterspeicher, der vom Mikroprozessor oder anderen Hardwarebausteinen gelesen und beschrieben werden kann. Auf die Speicherorte läßt sich in jeder beliebigen Reihenfolge zugreifen. Zwar erlauben auch die verschiedenen ROM-Speichertypen einen wahlfreien Zugriff, diese können aber nicht beschrieben werden. Unter dem Begriff RAM versteht man dagegen im allgemeinen einen flüchtigen Speicher, der sowohl gelesen als auch beschrieben werden kann.
Robustheit	Widerstandsfähigkeit > Fähigkeit eines Betrachtungsobjekts, auch bei Verletzung spezifizierter Randbedingungen vereinbarte Funktionen zu erbringen bzw. seine Funktionsfähigkeit zu erhalten. Qualitativer Begriff, da keine exakten Bewertungskriterien existieren.
ROM	Read Only Memory > Nur-Lese-Speicher, Festwertspeicher, nicht-flüchtiger Speicher. Speicherinhalt wird beim Chiphersteller im letzen Maskenschritt eingeprägt [daher auch maskenprogrammierter ROM]. Er kann nur gelesen werden und bleibt ständig in gleicher Form erhalten.
RS232	Recommended Standard Number 232 > älteste und am weitesten verbreitete Schnittstellen-Norm, auch V.24- Schnittstelle genannt; alle Signale sind auf Masse bezogen, so dass es sich um eine erdunsymmetrische Schnittstelle handelt. High-Pegel: -330 V, Low-Pegel: +3 +30 V; zulässige Kabellänge bis 15 m, Übertragungsraten bis 20 kbit/s; für Punkt-zu-Punkt-Verbindungen zwischen 2 Teilnehmern.
RTS	Request To Send > Ein in der seriellen Datenübertragung verwendetes Signal zur Anforderung der Sendeerlaubnis. Es wird z.B. von einem Computer an das angeschlossene Modem ausgegeben. Dem Signal RTS ist nach der Hardware-Spezifikation der Norm RS-232- C der Anschluss 4 zugeordnet.
RXD	Receive (RX) Data > Eine Leitung für die Übertragung der empfangenen, seriellen Daten von einem Gerät zu einem anderen - z.B. von einem Modem zu einem Computer. Bei Verbindungen nach der Norm RS-232-C wird RXD auf den Anschluss 3 des Steckverbinders geführt.
Schnittstelle	Aus Sicht der Hardware kennzeichnet eine Schnittstelle/Interface die Verbindungsstelle zweier Baugruppen/ Geräte/Systeme. Die beiderseits der Schnittstelle liegenden Einheiten sind über Schnittstellenleitungen miteinander verbunden, über die Daten, Adressen und Steuersignale ausgetauscht werden. Der Begriff Schnittstelle/ Interface umfaßt dabei die Gesamtheit der funktionellen, elektrischen und konstruktiven Bedingungen [Kodierung, Signalpegel, Steckerbelegung], welche die Verbindungstelle zwischen den Baugruppen, Geräten bzw. Systemen charakterisiert. Je nach Art der Datenübertragung ist zwischen parallelen [z.B. Centronics, IEEE 488] und seriellen Schnittstellen [z.B. V.24, TTY, RS232, RS422, RS485] zu unterscheiden, die für unterschiedliche Übertragungsgeschwindigkeiten und Übertragungsentfernungen ausgelegt sind. Softwaremäßig gesehen bezeichnet der Begriff Schnittstelle/Interface den Übergang an der Grenze zwischen Programmbausteinen mit den dafür vereinbarten Regeln für die Übergabe von Programmdaten.
SDRAM	Synchronic Dynamic Random Access Memory > Eine Bauform dynamischer RAM Halbleiterbausteine, die mit höheren Taktraten betrieben werden kann.

Sensor	Einrichtung, die eine physikalische Größe auf der Grundlage eines physikalischen Effekts in ein weiterverarbeitbares elektrisches, pneumatisches oder auch hydraulisches Signal umwandelt. In modernen Sensoren ist in vielen Fällen eine Signalvorverarbeitung zur Ausschaltung störender Umgebungseinflüsse oder Nichtlinearitäten integriert. In der Automatisierungstechnik dienen Sensoren der Gewinnung der zur Prozeßführung notwendigen Informationen. Beispielsweise der Erfassung von Aggregatund Maschinenzuständen oder zur Erfassung von Prozeßdaten wie Temperatur, Druck, Drehzahl, Füllstand, Durchfluß, Wege, Winkel u.ä.
Sicherheit	nach Brockhaus: das Nichtvorhandensein von Gefahr bzw. die Gewißheit eines Einzelnen, einer Gruppe oder eines Gemeinwesens, vor möglichen Gefahren geschützt zu sein. In Verbindung mit technischen Sachverhalten versteht man unter Sicherheit die Eigenschaft eines Betrachtungsobjekts [Komponente, Gerät, Maschine, Anlage] bei bestimmungsgemäßem Betrieb keine nicht hinnehmbare Gefahr für Menschen, andere Einrichtungen oder die Umgebung darzustellen. Die Behandlung der Sicherheitsproblematik erfolgt unter zwei Gesichtspunkten: erstens unter der Prämisse, dass das Betrachtungsobjekt in beabsichtigter Weise funktioniert und betrieben wird, zweitens unter der Maßgabe, dass das Betrachtungsobjekt nicht ordnungsgemäß arbeitet bzw. einem Vollausfall unterliegt. Der erste Aspekt betrifft in erster Linie den Problemkreis des Gesundheits-, Arbeits- und Brandschutzes und ist Gegenstand zahlreicher einschlägiger Gesetze Verordnungen und Vorschriften. Der zweite Aspekt dagegen ist Gegenstand technischer Sicherheitsbetrachtungen und Maßnahmen, die darauf gerichtet sind, das Zustandekommen gefährlicher Systemzustände möglichst zu vermeiden bzw. das mit einem Funktionsausfall der Betrachtungseinheit verbundene Risiko, gemessen an Ausfallwahrscheinlichkeit und möglichem Schadensausmaß, so klein wie möglich, mindestens aber unterhalb eines vertretbaren Grenzrisikos zu halten. Diese Problematik wird unter der Überschrift funktionale Sicherheit thematisiert. Für die Automatisierungstechnik sind hier die Normen IEC 61508 bzw. EN 954-1 von Belang. Im übrigen gibt es weder in der Technik noch in der Natur eine absolute Sicherheit ohne jegliches Risiko.
Signal	Zeitlich veränderliche physikalische Größe, z.B. eine Spannung oder ein Strom, die einen Parameter hat [Amplitude, Frequenz, Phasenlage], der konkrete Aussagen über den Werteverlauf einer anderen physikalischen Größe zuläßt. Der entsprechende Parameter wird als Informationsparameter bezeichnet. Beispielsweise kann mit Hilfe eines Tachogenerators die Drehzahl einer mechanischen Welle gemessen, d.h. auf der Amplitude der Generatorausgangsspannung abgebildet werden. Die Amplitude der Ausgangsspannung ist hier der Informationsparameter, der im Sinne der gegebenen Signaldefinition Aussagen über den zeitlichen Werteverlauf der Drehzahl der Maschinenwelle zuläßt. Je nach Wertevorrat, zeitlicher Verfügbarkeit und Anzahl der Informationsparameter lassen sich verschiedene Signal-Grundtypen unterscheiden. Wichtig für die Automatisierungstechnik sind analoge, binäre und digitale Signale.
Software	wörtlich: weiche Ware; konkret: die Gesamtheit aller Programme einschließlich der dazu gehörenden Dokumentationen, die für den Betrieb von Datenverarbeitungsanlagen, Rechnersystemen sowie computerbasierten Betriebsmitteln und Geräten jeglichen Couleurs zur Verfügung stehen. Die Software ist ergänzend zur Hardware der Träger der nichtapparativen funktionellen Bestandteile eines jeden Rechnersystems. Der Begriff Software als Bezeichnung für Computerprogramme wurde 1958 durch den Mathematiker John Tukey, Princeton University, geprägt. Software gliedert sich in Systemsoftware und Anwendungssoftware.

	0
SPS	Speicherprogrammierbare Steuerung > rechnerbasiertes Steuergerät, dessen Funktionalität durch ein sogenanntes Anwenderprogramm festgelegt wird. Das Anwenderprogramm ist relativ einfach mittels genormter Fachsprachen [AWL, FBS, KOP, AS, ST] zu erstellen. Infolge ihrer seriellen Arbeitsweise sind ihre Reaktionszeiten vergleichsweise langsamer als bei VPS. SPS beherrschen heute in Form von Gerätefamilien mit abgestuften leistungsmäßig aufeinander abgestimmten Komponenten alle Ebenen einer Automatisierungshierarchie.
SRAM	Static Random Access Memory > Ein schneller RAM Halbleiter- speichertyp, der in Computern meist für den Cache-Speicher ein- gesetzt wird. Mittels Batteriepuffer kann der Inhalt dieses Spei- chers auch bei Stromausfall erhalten werden.
SVGA	Super Video Graphics Array > Grafikstandard mit einer Auflösung von mindestens 800x600 Bildpunkten [Pixels] und mindestens 256 Farben.
Task	Programmeinheit, der vom Echtzeitbetriebssystem eine eigene Priorität zugeteilt wurde. Sie enthält einen abgeschlossenen Prozeß und kann aus mehreren Moduln bestehen.
Touch Screen	Bildschirm mit Berührungssensoren zur Aktivierung eines angebotenen Menüs durch Antippen mit dem Finger.
TXD	Transmit (TX) Data > Eine Leitung für die Übertragung der gesendeten, seriellen Daten von einem Gerät zu einem anderen z.B. von einem Computer zu einem Modem. Bei Verbindungen nach dem Standard RS-232-C wird TXD auf den Anschluss 2 des Steckverbinders geführt.
UART	Universal Asynchronous Receiver/Transmitter > universeller asynchroner Sende-/Empfangsbaustein
UDMA	Ultra Direct Memory Access > Ein spezieller IDE-Datenübertragungsmodus der hohe Datenübertragungsraten von Laufwerken ermöglicht. Es gibt mittlerweile einige Variationen. Der UDMA33 Modus überträgt 33 Megabyte pro Sekunde. Der UDMA66 Modus überträgt 66 Megabyte pro Sekunde. Der UDMA100 Modus überträgt 100 Megabyte pro Sekunde.
USB	Universal Serial Bus > universeller serieller Bus, preiswerte serielle Schnittstelle für PCs; IBM-Standard unterstützt von Intel, Compaq und Microsoft u.a.bekannten Firmen; bis zu 127 periphere Geräte [Maus, Tastatur, Drucker, Scanner, digitale Kameras, Modems, CDROM-Laufwerke, Telefone u.ä.] können an einen einzigen USBPort angeschlossen werden. Über das vieradrige Buskabel werden die angeschlossenen Geräte auch mit Strom versorgt. Die seit 2001 auf dem Markt befindliche Version USB 2.0 erlaubt Datentransferraten bis 480 Mbps und ist damit auch zur Übertragung von Videodaten und für schnelle Festplatten geeignet.
usv	unterbrechungsfreie Stromversorgung > USV-Geräte und -Anlagen sind Anordnungen aus Schaltern, Gleich- und Wechselrichtern und insbesondere Batterien, die bei Netzspannungsausfall eine kontinuierliche Versorgung der Verbraucher über eine mehr oder weniger lange Zeit sicherstellen und ggfs. auch die Spannungsqualität verbessern.

Verfügbarkeit	[V] Wahrscheinlichkeit dafür, dass sich eine Anlage zu einem bestimmten Zeitpunkt in funktionsfähigem Zustand befindet. Zuverlässigkeitskenngröße für reparierbare Systeme. Die stationäre Verfügbarkeit wird durch folgende Formel beschrieben: V= 1/[1 + MDT/MTBF]. Maßnahmen zur Erzielung möglichst hoher Verfügbarkeitswerte zielen auf die Perfektionierung der Gesamtheit aller Qualitätssicherungsmaßnahmen hinsichtlich der Zuverlässigkeit. Diese Verfahrensweise hat jedoch unter gegebenen Produktionsbedingungen ihre technischen und ökonomischen Grenzen. Wo sie bei Automatisierungsvorhaben zum Erreichen der geforderten Zuverlässigkeitskennwerte nicht ausreicht, kommt das Prinzip der Fehlertoleranz zur Anwendung, das auf der Basis kürzester Fehlererkennungs- und Rekonfigurationszeiten eine wesentliche Erhöhung der Verfügbarkeitswerte ermöglicht.
VGA	Video Graphics Adapter
Windows CE	Kompaktes 32-Bit-Betriebssystem mit Multitasking und Multi- threading, das die Firma Microsoft speziell für den OEM-Markt entwickelt hat. Es ist auf unterschiedliche Prozessortypen por- tierbar und hat hohe Echtzeitfähigkeit. Die Entwicklungsumge- bung verwendet bewährte, weit verbreitete Entwicklungswerk- zeuge. Es ist eine offene und skalierbare Windows-Betriebssys- tem-Plattform für eine Vielzahl von Geräten. Beispiele für sol- che Geräte sind Handheld-PCs, digitale Funkrufempfänger, intel- ligente Handys, Multimediakonsolen u.ä. In embedded systems ist Windows CE hervorragend auch für den Einsatz in der Auto- matisierungstechnik geeignet.
XGA	eXtended Graphics Array > Ein erweiterter Standard für Grafik-Controller und die Bildschirmdarstellung, der 1990 von IBM eingeführt wurde. Dieser Standard unterstützt die Auflösung 640 * 480 mit 65.536 Farben oder die Auflösung 1024 * 768 mit 256 Farben. Dieser Standard wird hauptsächlich in Workstation-Systemen eingesetzt.

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1:	Konfiguration - Grundsystem	23
Abbildung 2:	Konfiguration - Software, Zubehör	24
Abbildung 3:	Temperatursensorpositionen	26
Abbildung 4: Abbildung 5:		
Abbildung 6:	Serialnummernsuche	Zt
Abbildung 7:	PP500 Abdeckung hinten	30
Abbildung 8:	Erdungsanschluss	31
Abbildung 9:	5PP520.0573-00 - Abmessungen	47
Abbildung 10:	5PP520.0573-00 - Wanddurchbruch	47
Abbildung 11:	5PP551.0573-00 - Abmessungen	52
Abbildung 12:	5PP551.0573-00 - Wanddurchbruch	53
Abbildung 13:	5PP552.0573-00 - Abmessungen	5
Abbildung 14: Abbildung 15:	5PP520.0702-00 - Wanddurchbruch	ວະ
Abbildung 16:	5PP520.0702-00 - Wanddurchbruch	64
Abbildung 17:	5PP520.1043-00 - Abmessungen	69
Abbildung 18:	5PP520.1043-00 - Wanddurchbruch	70
Abbildung 19:	5PP580.1043-00 - Abmessungen	75
Abbildung 20:	5PP580.1043-00 - Wanddurchbruch	76
Abbildung 21:	5PP581.1043-00 - Abmessungen	81
Abbildung 22:	5PP581.1043-00 - Wanddurchbruch	82
Abbildung 23:	5PP582.1043-00 - Abmessungen	8/
Abbildung 24: Abbildung 25:	5PP520.1214-00 - Abmessungen	oc
Abbildung 26:	5PP520 1214-00 - Wanddurchbruch	94
Abbildung 27:	5PP520.1505-00 - Abmessungen	90
Abbildung 28:	5PP520.1505-00 - Wanddurchbruch	. 100
Abbildung 29:	5PP580 1505-00 - Abmessungen	105
Abbildung 30:	5PP580.1505-00 - Wanddurchbruch	. 106
Abbildung 31:	5PP581.1505-00 - Abmessungen	111
Abbildung 32:	5PP581.1505-00 - Wanddurchbruch	. 112
Abbildung 33: Abbildung 34:	Halteklammern Klemmblock für das Power Panel 500	123
Abbildung 35:	Finhaulage 0°	125
Abbildung 36:	Einbaulage 0° Einbaulagen -45° und +45° Einbaulagen -90° und +90°	126
Abbildung 37:	Einbaulagen -90° und +90°	. 127
Abbildung 38:	Bootscreen	. 132
Abbildung 39:	US15W Main - Menü	. 134
Abbildung 40:	US15W OEM Features - Menü	. 135
Abbildung 41:	US15W OEM Features - Baseboard Features - LPC Devices	.136
Abbildung 42: Abbildung 43:	US15W OEM Features - Baseboard Features - LPC Devices	.13/
Abbildung 44:	US15W OEM Features - Baseboard Features - Statistical Values. US15W OEM Features - Baseboard Features - Temperature Values. US15W OEM Features - Baseboard Features - Baseboard Monitor.	130
Abbildung 45:	US15W OFM Features - Baseboard Features - Baseboard Monitor	140
Abbildung 46:	US15W OEM Features - Display Features	. 141
Abbildung 47:	US15W OEM Features - Display Features	. 142
Abbildung 48:	US15W OEM Features - Display Features - Statistical Values US15W OEM Features - Display Features - Temperature Values	.143
Abbildung 49:	US15W OEM Features - Display Features - Temperature Values	.144
Abbildung 50:	US15W OEM Features - IO Module Features US15W OEM Features - IO Module Features - Statistical Values	. 145
Abbildung 51:	US15W OEM Features - IO Module Features - Statistical Values	. 146
Abbildung 52: Abbildung 53:	US15W OEM Features - IF Module FeaturesUS15W OEM Features - IF Module Features - Statistical Values	1/19
Abbildung 54:	US15W OEM Features - RAM Features	140
Abbildung 55:	US15W Advanced - Menü	. 150
Abbildung 56:	US15W Advanced - RAM Configuration	152
Abbildung 57:	US15W Advanced - Boot Configuration	. 153
Abbildung 58:	US15W Advanced - Peripheral Configuration	154
Abbildung 59:	US15W Advanced - IDE Configuration. US15W Advanced - IDE Configuration - Channel 1 Master	. 155
Abbildung 60:	US15vv Advanced - IDE Configuration - Channel 1 Master	.156
Abbildung 61: Abbildung 62:	US15W Advanced - IDE Configuration - Channel 1 SlaveUS15W Advanced - Video Configuration	15/
Abbildung 63:	US15W Advanced - USB Configuration	150
Abbildung 64:	US15W Advanced - USB Configuration US15W Advanced - SDIO Configuration	. 161
Abbildung 65:	US15W Advanced - ACPI Table/Features Control	.162

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 66:	US15W Advanced - PCI Express Root Port 1	163
Abbildung 67:	US15W Advanced - PCI Express Root Port 2	167
Abbildung 68:	US15W Security - Menü	
Abbildung 69:	US15W Power - Menü	
Abbildung 70:	US15W Power - Advanced - CPU Control	172
Abbildung 71:	US15W Power - Advanced - CPU Control - Thermal Trip Points Settings	174
Abbildung 72:	US15W Power - Platform Power Management	175
Abbildung 73:	US15W Boot - Menü	177
Abbildung 74:	US15W Boot - Legacy	178
Abbildung 75:	US15W Boot - Legacy - Boot Type Order	179
Abbildung 76:	US15W Boot - Legacy - Hard Disk Drive	180
Abbildung 77:	US15W Boot - Legacy - USB	
Abbildung 78:	US15W Boot - Legacy - Others	182
Abbildung 79:	US15W Exit - Menü	183
Abbildung 80:	Interrupt Routing mit aktiviertem APIC - ab BIOS Version N0.15	193
Abbildung 81:	5CFCRD.xxxx-04 - Temperatur Luftfeuchtediagramm CompactFlash Karten	215
Abbildung 82:	Abmessungen CompactFlash Karte Typ I	215
Abbildung 83:	ATTO Disk Benchmark v2.34 Vergleich Lesen	
Abbildung 84:	ATTO Disk Benchmark v2.34 Vergleich Schreiben	
Abbildung 85:	5CFCRD.xxxx-03 - Temperatur Luftfeuchtediagramm CompactFlash Karten	220
Abbildung 86:	Abmessungen CompactFlash Karte Typ I5MMUSB.2048-01 - Temperatur Luftfeuchtediagramm	220
Abbildung 87:	5MMUSB.2048-01 - Temperatur Luftfeuchtediagramm	224
Abbildung 88:	Batterie entfernen	
Abbildung 89:	Batteriehandhabung	
Abbildung 90:	Batterie einstecken	
Abbildung 91:	Position des MTCX Controllers	233
Abbildung 92:	Temperatur Luftfeuchtediagramm AMT Touch Screen 5-Draht	236
Abbildung 93:	Kompatibilitätsdetails Abbildungsaufbau	241
Abbildung 94:	Einbaukompatibilität 5,7" Geräte Format Quer1	241
Abbildung 95:	Einbaukompatibilität 5,7" Geräte Format Quer2 Einbaukompatibilität 5,7" Geräte Format Hoch1	242
Abbildung 96:	Einbaukompatibilität 5,7" Geräte Format Hoch1	242
Abbildung 97:	Einbaukompatibilität 10,4" Geräte Format Quer1 Einbaukompatibilität 10,4" Geräte Format Quer2 Einbaukompatibilität 10,4" Geräte Format Hoch1	243
Abbildung 98:	Einbaukompatibilität 10,4" Geräte Format Quer2	243
Abbildung 99:	Einbaukompatibilitat 10,4" Gerate Format Hoch1	244
Abbildung 100:	Einbaukompatibilität 12,1" Geräte Format Quer1	245
Abbildung 101:	Einbaukompatibilität 15" Geräte Format Quer1	246
Abbildung 102:	Einbaukompatibilität 15" Geräte Format Hoch1	247
Abbildung 103:	Einbaukompatibilität 17" Geräte Quer1	
Abbildung 104:	Einbaukompatibilität 19" Geräte Quer1	
Abbildung 105:	Einbaukompatibilität 21,1" Geräte Quer1	249

Tabellenverzeichnis

Tabelle 2: Umweltgerechte Werkstofftrenung. 16 Tabelle 4: Nennmaßbereiche. 17 Tabelle 6: Nennmaßbereiche. 17 Tabelle 6: Ubersicht Luffeuchtigkeitsangaben der Einzelkomponenten. 27 Tabelle 8: Pinbelegung COM. 37 Tabelle 9: Ethernet Anschluss (ETH). 32 Tabelle 10: USB1 USB2 Anschluss. 34 Tabelle 10: USB1 USB2 Anschluss. 34 Tabelle 11: USB3 Anschluss. 34 Tabelle 12: Batterle. 35 Tabelle 13: Bedeutung Batteriestatus. 36 Tabelle 14: CompactFlash Slott. 37 Tabelle 16: Power Taster. 35 Tabelle 17: Daten Status LEDs. 46 Tabelle 18: Mode (Node Schalter. 45 Tabelle 21: Daten Status LEDs. 47 Tabelle 23: SPP520 0573-00 - Technische Daten. 48 Tabelle 23: SPP520 070-00 - Technische Daten. 48 Tabelle 24: SPP520 070-00 - Technische Daten.	Tabelle 1:	Handbuchhistorie	12
Tabelle 4: Nennmaßbereiche. 17 Tabelle 6: Übersicht Luffeuchtigkeitsangaben der Einzelkomponenten. 27 Tabelle 8: Pinbelegung COM. 31 Tabelle 8: Pinbelegung COM. 33 Tabelle 10: USB1, USB2 Anschluss. 33 Tabelle 11: USB3 Inschluss. 35 Tabelle 12: Batterie. 35 Tabelle 13: Bedeutung Batteriestatus. 36 Tabelle 14: CompactFlash Slot. 33 Tabelle 15: SD Memory Card Slot. 38 Tabelle 16: Power Taster. 38 Tabelle 17: Reset Taster. 38 Tabelle 18: Mode / Node Schalter. 44 Tabelle 20: Interface Board Einschub. 44 Tabelle 21: SPP520 0573-00 - Bestelldaten. 44 Tabelle 22: SPP551 0573-00 - Bestelldaten. 45 Tabelle 24: SPP552 0573-00 - Bestelldaten. 46 Tabelle 25: SPP552 0073-00 - Bestelldaten. 46 Tabelle 26: SPP552 0073-00 - Bestelldaten. <t< td=""><td>Tabelle 2:</td><td>Umweltgerechte Werkstofftrennung</td><td>. 16</td></t<>	Tabelle 2:	Umweltgerechte Werkstofftrennung	. 16
Tabelle 5: Temperatursensorpositionen. 22 Tabelle 7: Spannungsversorgungsanschluss Power 24 VDC. 31 Tabelle 8: Pinbelegung COM. 32 Tabelle 9: Ethernet Anschluss (ETH). 33 Tabelle 10: USB1 USB2 Anschluss. 34 Tabelle 11: USB3 Sa Anschluss. 34 Tabelle 13: Bedeutung Batteriestatus. 35 Tabelle 13: Bedeutung Batteriestatus. 36 Tabelle 15: SD Memory Card Slot. 37 Tabelle 16: SD Memory Card Slot. 33 Tabelle 17: Reset Taster. 33 Tabelle 18: Mode / Note Schalter. 33 Tabelle 19: Daten Status LEDs. 44 Tabelle 21: SPP520 0573-00 - Bestelldaten. 44 Tabelle 22: SPP520 0573-00 - Bestelldaten. 42 Tabelle 23: SPP53 0573-00 - Bestelldaten. 45 Tabelle 24: SPP530 0573-00 - Bestelldaten. 45 Tabelle 25: SPP530 0573-00 - Bestelldaten. 45 Tabelle 26: SPP530 057			
Tabelle 6: Ubersicht Luftfeuchtigkeitsangaben der Einzelkomponenten. 27 Tabelle 8: Pinbelegung COM. 31 Tabelle 9: Pinbelegung COM. 32 Tabelle 10: USB1, USB2 Anschluss. 33 Tabelle 11: USB3 Anschluss. 35 Tabelle 12: Batterie. 36 Tabelle 13: Bedeutung Batteriestatus. 36 Tabelle 14: CompactFlash Slot. 37 Tabelle 15: SD Memory Card Slot. 38 Tabelle 16: Power Taster. 38 Tabelle 18: Mode / Node Schalter. 36 Tabelle 19: Daten Status LEDs. 41 Tabelle 20: Interface Board Einschub. 41 Tabelle 21: SPPS50.0573-00 - Technische Daten. 44 Tabelle 22: SPPS51.0573-00 - Technische Daten. 44 Tabelle 24: SPPS51.0573-00 - Technische Daten. 45 Tabelle 25: SPPS52.0573-00 - Technische Daten. 54 Tabelle 26: SPPS52.07070-0 - Technische Daten. 55 Tabelle 27: SPPS5	Tabelle 4:		
Tabelle 6: Ubersicht Luftfeuchtigkeitsangaben der Einzelkomponenten. 27 Tabelle 8: Pinbelegung COM. 33 Tabelle 9: Pinbelegung COM. 33 Tabelle 10: USB1, USB2 Anschluss. 33 Tabelle 11: USB3 Anschluss. 33 Tabelle 12: Batterie. 35 Tabelle 13: Bedeutung Batteriestatus. 36 Tabelle 14: CompactFlash Slot. 33 Tabelle 15: SD Memory Card Slot. 33 Tabelle 16: Power Taster. 33 Tabelle 17: Reset Taster. 33 Tabelle 18: Mode / Node Schalter. 44 Tabelle 20: Interface Board Einschub. 44 Tabelle 21: SPP520.0573-00 - Technische Daten. 44 Tabelle 22: SPP551.0573-00 - Technische Daten. 44 Tabelle 24: SPP551.0573-00 - Technische Daten. 45 Tabelle 25: SPP520.0702-00 - Technische Daten. 55 Tabelle 26: SPP552.0573-00 - Technische Daten. 56 Tabelle 27: SPP520.014	Tabelle 5:	Temperatursensorpositionen	26
Tabelle 8: Spannungsversorgungsanschluss Power 24 VDC. 31 Tabelle 9: Ethernet Anschluss (ETH). 32 Tabelle 10: USB1, USB2 Anschluss. 34 Tabelle 11: USB3 Anschluss. 34 Tabelle 13: Bedeutung Batteriestatus. 36 Tabelle 13: Bedeutung Batteriestatus. 37 Tabelle 15: SD Memory Card Slot. 33 Tabelle 16: SD Memory Card Slot. 33 Tabelle 17: Reset Taster. 33 Tabelle 18: Mode / Node Schalter. 44 Tabelle 19: Daten Status LEDs 44 Tabelle 19: Daten Status LEDs 44 Tabelle 21: SPP520.0573-00 - Destelloaten. 44 Tabelle 23: SPP551.0573-00 - Destelloaten. 44 Tabelle 24: SPP552.0573-00 - Destelloaten. 44 Tabelle 25: SPP552.0573-00 - Destelloaten. 44 Tabelle 27: SPP520.0702-00 - Bestelldaten. 45 Tabelle 28: SPP520.0702-00 - Technische Daten. 55 Tabelle 29: SP	Tabelle 6:	Übersicht Luftfeuchtigkeitsangaben der Einzelkomponenten	. 27
Tabelle 8: Pinbelegung COM. 33 Tabelle 10: USB1, USB2 Anschluss. 34 Tabelle 11: USB3, Anschluss. 35 Tabelle 12: Batterie. 36 Tabelle 13: Bedeutung Batteriestatus. 36 Tabelle 14: CompactFlash Slot. 33 Tabelle 16: Power Taster. 33 Tabelle 17: Reset Taster. 33 Tabelle 18: Mode / Node Schalter. 34 Tabelle 19: Daten Status LEDs. 44 Tabelle 20: Interface Board Einschub. 44 Tabelle 21: SPP520.0573-00 Destelldaten. 44 Tabelle 23: SPP550.733-00 Technische Daten. 44 Tabelle 24: SPP550.573-00 Destelldaten. 44 Tabelle 25: SPP550.073-00 Destelldaten. 44 Tabelle 26: SPP550.073-00 Destelldaten. 45 Tabelle 27: SPP520.0702-00 Destelldaten. 45 Tabelle 28: SPP550.0702-00 Destelldaten. 55 <td>Tabelle 7:</td> <td>Spannungsversorgungsanschluss Power 24 VDC</td> <td>. 31</td>	Tabelle 7:	Spannungsversorgungsanschluss Power 24 VDC	. 31
Tabelle 10: USB1, USB2 Anschluss. 33 Tabelle 12: Batterie 36 Tabelle 13: Bedeutung Batteriestatus. 36 Tabelle 14: CompactFlash Slot. 37 Tabelle 16: Power Taster. 33 Tabelle 17: Reset Taster. 33 Tabelle 18: Mode / Node Schalter. 35 Tabelle 19: Daten Status LEDs. 44 Tabelle 20: Interface Board Einschub. 44 Tabelle 21: SPP520.0573-00 Bestelldaten. 44 Tabelle 22: SPP520.0573-00 Bestelldaten. 44 Tabelle 23: SPP551.0573-00 Bestelldaten. 44 Tabelle 24: SPP552.0573-00 Bestelldaten. 45 Tabelle 25: SPP552.0573-00 Bestelldaten. 45 Tabelle 26: SPP552.0773-00 Bestelldaten. 45 Tabelle 27: SPP520.0702-00 Bestelldaten. 46 Tabelle 28: SPP520.0702-00 Bestelldaten. 46 Tabelle 29: SPP520.043		Pinbelegung COM	32
Tabelle 10: USB1, USB2 Anschluss. 33 Tabelle 12: Batterie 36 Tabelle 13: Bedeutung Batteriestatus. 36 Tabelle 14: CompactFlash Slot. 37 Tabelle 16: Power Taster. 33 Tabelle 17: Reset Taster. 33 Tabelle 18: Mode / Node Schalter. 35 Tabelle 19: Daten Status LEDs. 44 Tabelle 20: Interface Board Einschub. 44 Tabelle 21: SPP520.0573-00 Bestelldaten. 44 Tabelle 22: SPP520.0573-00 Bestelldaten. 44 Tabelle 23: SPP551.0573-00 Bestelldaten. 44 Tabelle 24: SPP552.0573-00 Bestelldaten. 45 Tabelle 25: SPP552.0573-00 Bestelldaten. 45 Tabelle 26: SPP552.0773-00 Bestelldaten. 45 Tabelle 27: SPP520.0702-00 Bestelldaten. 46 Tabelle 28: SPP520.0702-00 Bestelldaten. 46 Tabelle 29: SPP520.043	Tabelle 9:	Ethernet Anschluss (ETH)	. 33
Tabelle 11: USB3 Anschluss. 35 Tabelle 13: Bedeutung Batteriestatus. 36 Tabelle 14: Compacifiash Slot. 37 Tabelle 15: SD Memory Card Slot. 38 Tabelle 16: Power Taster. 38 Tabelle 17: Reset Taster. 38 Tabelle 18: Mode / Node Schalter. 44 Tabelle 19: Daten Status LEDs. 44 Tabelle 20: Interface Board Einschub. 44 Tabelle 21: SPP520.0573-00 - Bestelldaten. 42 Tabelle 22: SPP520.0573-00 - Bestelldaten. 44 Tabelle 23: SPP551.0573-00 - Bestelldaten. 44 Tabelle 24: SPP552.0573-00 - Technische Daten 44 Tabelle 25: SPP552.0573-00 - Technische Daten 55 Tabelle 26: SPP520.0702-00 - Technische Daten 65 Tabelle 27: SPP520.0702-00 - Technische Daten 66 Tabelle 28: SPP520.043-00 - Technische Daten 66 Tabelle 30: SPP520.043-00 - Technische Daten 67 Tabelle 31:	Tabelle 10:	USB1, USB2 Anschluss.	34
Tabelle 12: Batterie 36 Tabelle 14: CompactFlash Slot. 37 Tabelle 16: SD Memory Card Slot. 33 Tabelle 16: Power Taster. 38 Tabelle 17: Reset Taster. 35 Tabelle 18: Mode / Node Schalter. 44 Tabelle 19: Daten Status LEDs. 44 Tabelle 21: SPP520.0573-00 - Bestelldaten. 42 Tabelle 23: SPP520.0573-00 - Bestelldaten. 44 Tabelle 23: SPP551.0573-00 - Bestelldaten. 44 Tabelle 24: SPP551.0573-00 - Bestelldaten. 44 Tabelle 25: SPP552.0573-00 - Bestelldaten. 54 Tabelle 26: SPP552.0573-00 - Bestelldaten. 55 Tabelle 27: SPP520.0702-00 - Bestelldaten. 66 Tabelle 28: SPP520.0702-00 - Bestelldaten. 66 Tabelle 29: SPP520.1043-00 - Bestelldaten. 66 Tabelle 30: SPP520.1043-00 - Technische Daten. 66 Tabelle 31: SPP580.1043-00 - Technische Daten. 66 Tabelle 32: <			
Tabelle 13: Bedeutung Batteriestatus. 33 Tabelle 15: SD Memory Card Slot. 33 Tabelle 16: Power Taster. 38 Tabelle 17: Reset Taster. 38 Tabelle 18: Mode / Node Schalter. 44 Tabelle 19: Daten Status LEDs. 44 Tabelle 20: Interface Board Einschub. 44 Tabelle 21: SPP520 0573-00 - Bestelldaten. 42 Tabelle 22: SPP520 0573-00 - Technische Daten. 44 Tabelle 23: SPP551 0573-00 - Bestelldaten. 44 Tabelle 24: SPP552 0573-00 - Technische Daten. 44 Tabelle 25: SPP520 0702-00 - Technische Daten. 55 Tabelle 26: SPP520 0702-00 - Technische Daten. 55 Tabelle 27: SPP520 0702-00 - Technische Daten. 56 Tabelle 27: SPP520 0702-00 - Technische Daten. 66 Tabelle 27: SPP520 0704-00 - Bestelldaten. 66 Tabelle 28: SPP520 1043-00 - Bestelldaten. 66 Tabelle 29: SPP520 1043-00 - Bestelldaten. 66 <tr< td=""><td></td><td></td><td></td></tr<>			
Tabelle 14: CompactFlash Slot. 33 Tabelle 16: Power Taster. 33 Tabelle 17: Reset Taster. 38 Tabelle 18: Mode / Node Schalter. 44 Tabelle 19: Daten Status LEDs. 44 Tabelle 21: SPP520.0573-00 Bestelldaten. 44 Tabelle 22: SPP520.0573-00 Bestelldaten. 44 Tabelle 23: SPP551.0573-00 Bestelldaten. 44 Tabelle 24: SPP551.0573-00 Bestelldaten. 44 Tabelle 25: SPP552.0573-00 Bestelldaten. 45 Tabelle 26: SPP552.073-00 De Extellaten. 56 Tabelle 27: SPP520.0702-00 De Extellaten. 66 Tabelle 28: SPP520.0702-00 De Extellaten. 66 Tabelle 30: SPP520.0702-00 De Extellaten. 66 Tabelle 31: SPP580.043-00 Bestelldaten. 66 Tabelle 32: SPP580.043-00 Technische Daten. 77 Tabelle 33: SPP580.043-00 Tech			
Tabelle 16: Power Taster 33 Tabelle 18: Mode / Node Schalter. 43 Tabelle 19: Daten Status LEDs. 44 Tabelle 20: Interface Board Einschub. 44 Tabelle 21: SPP520 0573-00 - Bestelldaten. 44 Tabelle 22: SPP520 0573-00 - Bestelldaten. 44 Tabelle 23: SPP551 0573-00 - Bestelldaten. 44 Tabelle 25: SPP552 0573-00 - Bestelldaten. 45 Tabelle 26: SPP552 0573-00 - Technische Daten. 55 Tabelle 27: SPP520 0702-00 - Bestelldaten. 66 Tabelle 28: SPP520 0702-00 - Bestelldaten. 66 Tabelle 29: SPP520 0702-00 - Bestelldaten. 66 Tabelle 29: SPP520 1043-00 - Bestelldaten. 66 Tabelle 31: SPP580 1043-00 - Technische Daten. 66 Tabelle 32: SPP580 1043-00 - Technische Daten. 77 Tabelle 33: SPP581 1043-00 - Technische Daten. 77 Tabelle 34: SPP582 1043-00 - Technische Daten. 78 Tabelle 35: SPP582 1043-00 - Bestelldaten. <t< td=""><td></td><td>CompactFlash Slot</td><td>37</td></t<>		CompactFlash Slot	37
Tabelle 16: Power Taster 33 Tabelle 18: Mode / Node Schalter. 43 Tabelle 19: Daten Status LEDs. 44 Tabelle 20: Interface Board Einschub. 44 Tabelle 21: SPP520 0573-00 - Bestelldaten. 44 Tabelle 22: SPP520 0573-00 - Bestelldaten. 44 Tabelle 23: SPP551 0573-00 - Bestelldaten. 44 Tabelle 25: SPP552 0573-00 - Bestelldaten. 45 Tabelle 26: SPP552 0573-00 - Technische Daten. 55 Tabelle 27: SPP520 0702-00 - Bestelldaten. 66 Tabelle 28: SPP520 0702-00 - Bestelldaten. 66 Tabelle 29: SPP520 0702-00 - Bestelldaten. 66 Tabelle 29: SPP520 1043-00 - Bestelldaten. 66 Tabelle 31: SPP580 1043-00 - Technische Daten. 66 Tabelle 32: SPP580 1043-00 - Technische Daten. 77 Tabelle 33: SPP581 1043-00 - Technische Daten. 77 Tabelle 34: SPP582 1043-00 - Technische Daten. 78 Tabelle 35: SPP582 1043-00 - Bestelldaten. <t< td=""><td></td><td>SD Memory Card Slot</td><td>38</td></t<>		SD Memory Card Slot	38
Tabelle 18. Roset Taster. 35 Tabelle 19. Daten Status LEDs. 44 Tabelle 20. Interface Board Einschub. 42 Tabelle 21. SPP520 0573-00 - Bestelldaten. 42 Tabelle 22. SPP520 0573-00 - Bestelldaten. 44 Tabelle 23. SPP551 0573-00 - Bestelldaten. 44 Tabelle 24. SPP552 0573-00 - Technische Daten 44 Tabelle 25. SPP552 0573-00 - Technische Daten 45 Tabelle 26. SPP552 0573-00 - Technische Daten 55 Tabelle 27. SPP520 0702-00 - Technische Daten 66 Tabelle 28. SPP520 0702-00 - Technische Daten 66 Tabelle 29. SPP520 1043-00 - Bestelldaten. 66 Tabelle 30. SPP520 1043-00 - Bestelldaten. 66 Tabelle 31. SPP580 1043-00 - Bestelldaten. 77 Tabelle 32. SPP580 1043-00 - Bestelldaten. 77 Tabelle 33. SPP581 1043-00 - Bestelldaten. 77 Tabelle 34. SPP582 1043-00 - Bestelldaten. 78 Tabelle 35. SPP582 1043-00 - Bestelldaten.		Power Taster	30
Tabelle 18: Mode / Node Schalter. 41 Tabelle 20: Daten Status LEDS. 41 Tabelle 21: SPP520.0573-00 - Bestelldaten. 42 Tabelle 22: SPP520.0573-00 - Technische Daten. 44 Tabelle 23: SPP551.0573-00 - Technische Daten. 44 Tabelle 24: SPP551.0573-00 - Technische Daten. 45 Tabelle 25: SPP552.0573-00 - Technische Daten. 45 Tabelle 26: SPP552.0573-00 - Technische Daten. 55 Tabelle 27: SPP520.0702-00 - Technische Daten. 66 Tabelle 28: SPP520.0702-00 - Technische Daten. 66 Tabelle 29: SPP520.1043-00 - Technische Daten. 66 Tabelle 31: SPP520.1043-00 - Technische Daten. 66 Tabelle 32: SPP580.1043-00 - Technische Daten. 71 Tabelle 33: SPP580.1043-00 - Technische Daten. 77 Tabelle 34: SPP581.1043-00 - Technische Daten. 77 Tabelle 35: SPP582.1043-00 - Bestelldaten. 78 Tabelle 36: SPP582.1043-00 - Technische Daten. 84 Tabelle 37:			
Tabelle 19. Daten Status LEDs. 41 Tabelle 21. Interface Board Einschub. 42 Tabelle 21. SPP520 0573-00 - Bestelldaten. 44 Tabelle 23. SPP551 0573-00 - Technische Daten. 44 Tabelle 24. SPP551 0573-00 - Bestelldaten. 45 Tabelle 25. SPP552 0573-00 - Bestelldaten. 55 Tabelle 26. SPP552 0573-00 - Technische Daten. 56 Tabelle 27. SPP520 0702-00 - Bestelldaten. 66 Tabelle 28. SPP520 0702-00 - Technische Daten. 66 Tabelle 39. SPP520 1043-00 - Bestelldaten. 66 Tabelle 31. SPP580 1043-00 - Technische Daten. 66 Tabelle 32. SPP580 1043-00 - Technische Daten. 76 Tabelle 33. SPP581 1043-00 - Bestelldaten. 77 Tabelle 34. SPP581 1043-00 - Technische Daten. 76 Tabelle 35. SPP582 1043-00 - Technische Daten. 76 Tabelle 36. SPP582 1043-00 - Technische Daten. 38 Tabelle 37. SPP582 1043-00 - Technische Daten. 38 Tabelle 38. SPP		Mode / Node Schalter	Δ٢
Tabelle 20: Interface Board Einschub 42 Tabelle 21: 5PP520 0573-00 - Bestelldaten		Daten Status LEDs	¬(
Tabelle 21: SPP520.0573-00 - Technische Daten 44 Tabelle 23: SPP551.0573-00 - Bestelldaten 44 Tabelle 24: SPP551.0573-00 - Bestelldaten 45 Tabelle 25: SPP552.0573-00 - Technische Daten 55 Tabelle 26: SPP552.0573-00 - Technische Daten 56 Tabelle 27: SPP520.0702-00 - Bestelldaten 66 Tabelle 28: SPP520.0702-00 - Technische Daten 66 Tabelle 29: SPP520.1043-00 - Bestelldaten 66 Tabelle 31: SPP580.1043-00 - Technische Daten 66 Tabelle 31: SPP580.1043-00 - Technische Daten 76 Tabelle 33: SPP580.1043-00 - Technische Daten 77 Tabelle 34: SPP581.1043-00 - Technische Daten 77 Tabelle 34: SPP581.1043-00 - Technische Daten 77 Tabelle 35: SPP582.1043-00 - Technische Daten 83 Tabelle 36: SPP582.1043-00 - Technische Daten 83 Tabelle 37: SPP582.1043-00 - Technische Daten 83 Tabelle 38: SPP520.1505-00 - Bestelldaten 98 Tabelle 39:			
Tabelle 23: 5PP520.0573-00 - Technische Daten. 44 Tabelle 24: 5PP551.0573-00 - Bestelldaten. 45 Tabelle 25: 5PP552.0573-00 - Technische Daten. 55 Tabelle 26: 5PP552.0573-00 - Technische Daten. 55 Tabelle 27: 5PP520.0702-00 - Technische Daten. 56 Tabelle 28: 5PP520.0702-00 - Technische Daten. 61 Tabelle 29: 5PP520.1043-00 - Bestelldaten. 62 Tabelle 31: 5PP520.1043-00 - Bestelldaten. 65 Tabelle 31: 5PP580.1043-00 - Bestelldaten. 77 Tabelle 32: 5PP580.1043-00 - Bestelldaten. 77 Tabelle 33: 5PP581.1043-00 - Technische Daten. 77 Tabelle 34: 5PP581.1043-00 - Technische Daten. 78 Tabelle 35: 5PP582.1043-00 - Technische Daten. 83 Tabelle 36: 5PP582.1043-00 - Technische Daten. 84 Tabelle 37: 5PP520.1214-00 - Destelldaten. 85 Tabelle 38: 5PP520.1505-00 - Bestelldaten. 96 Tabelle 41: 5PP580.1505-00 - Technische Daten. 96 Tabelle 42:		5DD520 0573_00 - Restelldaton	13
Tabelle 23: 5PP551.0573-00 - Bestelldaten			
Tabelle 24: 5PP551.0573-00 - Technische Daten. 45 Tabelle 25: 5PP552.0573-00 - Technische Daten. 54 Tabelle 26: 5PP552.0573-00 - Technische Daten. 56 Tabelle 28: 5PP520.0702-00 - Technische Daten. 61 Tabelle 29: 5PP520.0702-00 - Technische Daten. 66 Tabelle 30: 5PP520.1043-00 - Technische Daten. 66 Tabelle 31: 5PP580.1043-00 - Technische Daten. 77 Tabelle 32: 5PP580.1043-00 - Technische Daten. 77 Tabelle 33: 5PP581.1043-00 - Technische Daten. 77 Tabelle 34: 5PP581.1043-00 - Technische Daten. 77 Tabelle 35: 5PP582.1043-00 - Technische Daten. 83 Tabelle 36: 5PP582.1043-00 - Technische Daten. 84 Tabelle 37: 5PP580.1214-00 - Technische Daten. 85 Tabelle 38: 5PP520.1214-00 - Technische Daten. 96 Tabelle 39: 5PP520.1505-00 - Destelldaten. 96 Tabelle 40: 5PP520.1505-00 - Destelldaten. 96 Tabelle 41: 5PP580.1505-00 - Destelldaten. 10			
Tabelle 25: 5PP552 0573-00 - Bestelldaten			
Tabelle 26: 5PP552 0573-00 - Technische Daten. 55 Tabelle 27: 5PP520 0702-00 - Bestelldaten. 60 Tabelle 28: 5PP520 0702-00 - Technische Daten. 61 Tabelle 39: 5PP520 1043-00 - Bestelldaten. 65 Tabelle 31: 5PP580 1043-00 - Technische Daten. 77 Tabelle 31: 5PP580 1043-00 - Bestelldaten. 77 Tabelle 33: 5PP581 1043-00 - Bestelldaten. 77 Tabelle 34: 5PP581 1043-00 - Technische Daten. 78 Tabelle 35: 5PP582 1043-00 - Technische Daten. 86 Tabelle 36: 5PP582 1043-00 - Technische Daten. 86 Tabelle 37: 5PP582 1043-00 - Technische Daten. 86 Tabelle 38: 5PP520 1214-00 - Technische Daten. 86 Tabelle 38: 5PP520 1505-00 - Technische Daten. 96 Tabelle 48: 5PP580 1505-00 - Technische Daten. 96 Tabelle 41: 5PP580 1505-00 - Technische Daten. 102 Tabelle 42: 5PP580 1505-00 - Technische Daten. 102 Tabelle 43: 5PP580 1505-00 - Technische Daten. 102			
Tabelle 27: 5PP520 0702-00 - Bestelldaten. 66 Tabelle 28: 5PP520 0702-00 - Technische Daten. 61 Tabelle 39: 5PP520 1043-00 - Bestelldaten. 65 Tabelle 31: 5PP580 1043-00 - Bestelldaten. 77 Tabelle 32: 5PP580 1043-00 - Technische Daten. 72 Tabelle 33: 5PP580 1043-00 - Technische Daten. 72 Tabelle 34: 5PP581 1043-00 - Technische Daten. 76 Tabelle 35: 5PP581 1043-00 - Technische Daten. 76 Tabelle 36: 5PP582 1043-00 - Technische Daten. 83 Tabelle 36: 5PP582 1043-00 - Technische Daten. 84 Tabelle 37: 5PP520 1214-00 - Bestelldaten. 85 Tabelle 38: 5PP520 1214-00 - Bestelldaten. 96 Tabelle 39: 5PP520 1505-00 - Bestelldaten. 96 Tabelle 40: 5PP520 1505-00 - Technische Daten. 96 Tabelle 41: 5PP580 1505-00 - Bestelldaten. 102 Tabelle 42: 5PP580 1505-00 - Technische Daten. 102 Tabelle 43: 5PP581 1505-00 - Febr5CP.US15-01, 5PP5CP.US15-02 - Technische Daten. 116 <			
Tabelle 28: 5PP520.10702-00 - Technische Daten. 65 Tabelle 29: 5PP520.1043-00 - Bestelldaten. 66 Tabelle 31: 5PP580.1043-00 - Technische Daten. 66 Tabelle 31: 5PP580.1043-00 - Bestelldaten. 77 Tabelle 32: 5PP580.1043-00 - Technische Daten. 77 Tabelle 33: 5PP581.1043-00 - Bestelldaten. 77 Tabelle 34: 5PP582.1043-00 - Technische Daten. 78 Tabelle 36: 5PP582.1043-00 - Technische Daten. 83 Tabelle 36: 5PP582.1043-00 - Technische Daten. 84 Tabelle 37: 5PP520.1214-00 - Technische Daten. 84 Tabelle 38: 5PP520.1214-00 - Technische Daten. 90 Tabelle 38: 5PP520.1505-00 - Bestelldaten. 96 Tabelle 40: 5PP520.1505-00 - Bestelldaten. 96 Tabelle 41: 5PP580.1505-00 - Technische Daten. 10 Tabelle 43: 5PP581.1505-00 - Technische Daten. 10 Tabelle 44: 5PP581.1505-00 - Technische Daten. 10 Tabelle 45: 5PP5CP.US15-00, SPP5CP.US15-01, SPP5CP.US15-02 - Bestelldaten. 10 <		SEDESO 0702 00 - Technische Dateil	. ວເ
Tabelle 39: 5PP520.1043-00 - Bestelldaten. 66 Tabelle 30: 5PP520.1043-00 - Technische Daten. 66 Tabelle 31: 5PP580.1043-00 - Technische Daten. 71 Tabelle 32: 5PP581.1043-00 - Bestelldaten. 77 Tabelle 33: 5PP581.1043-00 - Bestelldaten. 76 Tabelle 36: 5PP582.1043-00 - Bestelldaten. 84 Tabelle 36: 5PP582.1043-00 - Technische Daten. 84 Tabelle 36: 5PP582.1043-00 - Bestelldaten. 84 Tabelle 37: 5PP582.102-10 - Technische Daten. 85 Tabelle 38: 5PP520.1214-00 - Technische Daten. 96 Tabelle 39: 5PP520.1505-00 - Bestelldaten. 96 Tabelle 40: 5PP520.1505-00 - Technische Daten. 96 Tabelle 41: 5PP580.1505-00 - Bestelldaten. 102 Tabelle 42: 5PP580.1505-00 - Technische Daten. 102 Tabelle 43: 5PP581.1505-00 - Technische Daten. 102 Tabelle 44: 5PP580.1505-00 - Technische Daten. 102 Tabelle 45: 5PP5CP.US15-00, 5PP5CP.US15-01, 5PP5CP.US15-02 - Bestelldaten. 112		SPP520.0702-00 - Destelldateri	. 00
Tabelle 30: 5PP520.1043-00 - Technische Daten. 66 Tabelle 31: 5PP580.1043-00 - Bestelldaten. 71 Tabelle 32: 5PP580.1043-00 - Technische Daten. 72 Tabelle 33: 5PP581.1043-00 - Bestelldaten. 76 Tabelle 34: 5PP581.1043-00 - Technische Daten. 83 Tabelle 36: 5PP582.1043-00 - Bestelldaten. 83 Tabelle 37: 5PP582.1043-00 - Technische Daten. 84 Tabelle 38: 5PP520.1214-00 - Bestelldaten. 96 Tabelle 39: 5PP520.1214-00 - Technische Daten. 96 Tabelle 39: 5PP520.1505-00 - Bestelldaten. 96 Tabelle 41: 5PP580.1505-00 - Technische Daten. 96 Tabelle 41: 5PP580.1505-00 - Technische Daten. 102 Tabelle 42: 5PP581.1505-00 - Bestelldaten. 107 Tabelle 43: 5PP581.1505-00 - Technische Daten. 108 Tabelle 44: 5PP581.1505-00 - Technische Daten. 108 Tabelle 45: 5PP5CP.US15-00, 5PP5CP.US15-01, 5PP5CP.US15-02 - Bestelldaten. 116 Tabelle 47: 5MMDDR.0512-01, 5MMDDR.1024-01, 5MMDDR.2048-01 - Bestelldaten. <td></td> <td></td> <td></td>			
Tabelle 31: 5PP580.1043-00 - Technische Daten. 77 Tabelle 32: 5PP580.1043-00 - Technische Daten. 72 Tabelle 33: 5PP581.1043-00 - Bestelldaten. 77 Tabelle 34: 5PP581.1043-00 - Bestelldaten. 78 Tabelle 36: 5PP582.1043-00 - Bestelldaten. 83 Tabelle 37: 5PP582.1043-00 - Technische Daten. 84 Tabelle 38: 5PP520.1214-00 - Bestelldaten. 85 Tabelle 38: 5PP520.1214-00 - Technische Daten. 90 Tabelle 39: 5PP520.1505-00 - Bestelldaten. 90 Tabelle 39: 5PP520.1505-00 - Bestelldaten. 90 Tabelle 40: 5PP580.1505-00 - Bestelldaten. 90 Tabelle 41: 5PP580.1505-00 - Bestelldaten. 101 Tabelle 42: 5PP581.1505-00 - Technische Daten. 102 Tabelle 43: 5PP581.1505-00 - Technische Daten. 102 Tabelle 44: 5PP581.1505-00 - 5PP5CP.US15-01, 5PP5CP.US15-02 - Bestelldaten. 113 Tabelle 45: 5PP5CP.US15-00, 5PP5CP.US15-01, 5PP5CP.US15-02 - Technische Daten. 114 Tabelle 47: 5MMDDR.0512-01, 5MMDDR.1024-01, 5MMDDR.2			
Tabelle 32: 5PP580.1043-00 - Technische Daten. 77 Tabelle 33: 5PP581.1043-00 - Bestelldaten. 77 Tabelle 34: 5PP581.1043-00 - Technische Daten. 76 Tabelle 35: 5PP582.1043-00 - Bestelldaten. 83 Tabelle 36: 5PP582.1043-00 - Technische Daten. 84 Tabelle 37: 5PP520.1214-00 - Bestelldaten. 84 Tabelle 38: 5PP520.1505-00 - Bestelldaten. 90 Tabelle 40: 5PP520.1505-00 - Technische Daten. 95 Tabelle 41: 5PP520.1505-00 - Technische Daten. 96 Tabelle 42: 5PP580.1505-00 - Bestelldaten. 100 Tabelle 43: 5PP581.1505-00 - Bestelldaten. 102 Tabelle 44: 5PP581.1505-00 - Bestelldaten. 102 Tabelle 44: 5PP581.1505-00 - Technische Daten. 102 Tabelle 45: 5PP5CP.US15-00, 5PP5CP.US15-01, 5PP5CP.US15-02 - Bestelldaten. 112 Tabelle 46: 5PP5CP.US15-00, 5PP5CP.US15-01, 5PP5CP.US15-02 - Technische Daten. 114 Tabelle 47: 5MMDDR.0512-01, 5MMDDR.1024-01, 5MMDDR.2048-01 - Bestelldaten. 115 Tabelle 48: 5MMDDR.			
Tabelle 33: 5PP581.1043-00 - Bestelldaten			
Tabelle 34: 5PP581.1043-00 - Technische Daten. 78 Tabelle 35: 5PP582.1043-00 - Bestelldaten			
Tabelle 35: 5PP582.1043-00 - Bestelldaten 83 Tabelle 36: 5PP582.1043-00 - Technische Daten 84 Tabelle 37: 5PP520.1214-00 - Bestelldaten 85 Tabelle 38: 5PP520.1214-00 - Technische Daten 90 Tabelle 39: 5PP520.1505-00 - Bestelldaten 95 Tabelle 40: 5PP580.1505-00 - Bestelldaten 96 Tabelle 41: 5PP580.1505-00 - Bestelldaten 102 Tabelle 42: 5PP580.1505-00 - Technische Daten 102 Tabelle 43: 5PP581.1505-00 - Bestelldaten 107 Tabelle 44: 5PP581.1505-00 - Technische Daten 107 Tabelle 45: 5PP5CP.US15-00, 5PP5CP.US15-01, 5PP5CP.US15-02 - Bestelldaten 113 Tabelle 46: 5PP5CP.US15-00, 5PP5CP.US15-01, 5PP5CP.US15-02 - Technische Daten 114 Tabelle 47: 5MMDDR.0512-01, 5MMDDR.1024-01, 5MMDDR.2048-01 - Bestelldaten 115 Tabelle 48: 5MMDDR.0512-01, 5MMDDR.1024-01, 5MMDDR.2048-01 - Technische Daten 116 Tabelle 50: 5PP5IF.CETH-00 - Bestelldaten 116 Tabelle 51: 5PP5IF.CETH-00 - Technische Daten 116 Tabelle 52:		5PP581.1043-00 - Bestelloaten	. / /
Tabelle 36: 5PP582.1043-00 - Technische Daten. 84 Tabelle 37: 5PP520.1214-00 - Bestelldaten. 85 Tabelle 38: 5PP520.1214-00 - Technische Daten. 96 Tabelle 39: 5PP520.1505-00 - Bestelldaten. 95 Tabelle 40: 5PP520.1505-00 - Technische Daten. 96 Tabelle 41: 5PP580.1505-00 - Technische Daten. 102 Tabelle 42: 5PP580.1505-00 - Bestelldaten. 107 Tabelle 43: 5PP581.1505-00 - Bestelldaten. 107 Tabelle 44: 5PP581.1505-00 - Technische Daten. 108 Tabelle 45: 5PP5CP.US15-00, 5PP5CP.US15-01, 5PP5CP.US15-02 - Bestelldaten. 113 Tabelle 46: 5PP5CP.US15-00, 5PP5CP.US15-01, 5PP5CP.US15-02 - Technische Daten. 114 Tabelle 47: 5MMDDR.0512-01, 5MMDDR.1024-01, 5MMDDR.2048-01 - Bestelldaten. 115 Tabelle 48: 5MMDDR.0512-01, 5MMDDR.1024-01, 5MMDDR.2048-01 - Technische Daten. 116 Tabelle 50: 5PP5IF.CETH-00 - Ethernet Anschluss. 117 Tabelle 51: 5PP5IF.CETH-00 - Ethernet Anschluss. 117 Tabelle 53: 5PP5IF.CHDA-00 - Bestelldaten. 118			
Tabelle 37: 5PP520.1214-00 - Bestelldaten		5PP582.1043-00 - Bestelldaten	. 83
Tabelle 38: 5PP520.1214-00 - Technische Daten		5PP582.1043-00 - Technische Daten	. 84
Tabelle 39: 5PP520.1505-00 - Bestelldaten			
Tabelle 40: 5PP520.1505-00 - Technische Daten			
Tabelle 41: 5PP580.1505-00 - Bestelldaten		5PP520.1505-00 - Bestelldaten	. 95
Tabelle 43: 5PP581.1505-00 - Bestelldaten		5PP520.1505-00 - Technische Daten	. 96
Tabelle 43: 5PP581.1505-00 - Bestelldaten		5PP580.1505-00 - Bestelldaten	101
Tabelle 44: 5PP581.1505-00 - Technische Daten		5PP580.1505-00 - Technische Daten	102
Tabelle 47: 5MMDDR.0512-01, 5MMDDR.1024-01, 5MMDDR.2048-01 - Bestelldaten 115 Tabelle 48: 5MMDDR.0512-01, 5MMDDR.1024-01, 5MMDDR.2048-01 - Technische Daten 115 Tabelle 49: 5PP5IF.CETH-00 - Bestelldaten 116 Tabelle 50: 5PP5IF.CETH-00 - Technische Daten 116 Tabelle 51: 5PP5IF.CHDA-00 - Bestelldaten 117 Tabelle 52: 5PP5IF.CHDA-00 - Technische Daten 118 Tabelle 53: 5PP5IF.CHDA-00 - Technische Daten 118 Tabelle 54: MIC, Line IN, Line OUT 119 Tabelle 55: 5PP5IF.FPLM-00 - Bestelldaten 120 Tabelle 56: 5PP5IF.FPLM-00 - Technische Daten 120 Tabelle 57: POWERLINK Interface Board 2port Anschluss 121 Tabelle 58: Status/Error LED als Error LED - Betriebsmodus POWERLINK 121 Tabelle 60: Biosrelevante Tasten beim POST 133 Tabelle 61: Biosrelevante Tasten im BIOS Menü 133 Tabelle 62: US15W Main - Menü Einstellmöglichkeiten 135 Tabelle 63: US15W OEM Features - Menü Einstellmöglichkeiten 135		5PP581.1505-00 - Bestelldaten	10/
Tabelle 47: 5MMDDR.0512-01, 5MMDDR.1024-01, 5MMDDR.2048-01 - Bestelldaten 115 Tabelle 48: 5MMDDR.0512-01, 5MMDDR.1024-01, 5MMDDR.2048-01 - Technische Daten 115 Tabelle 49: 5PP5IF.CETH-00 - Bestelldaten 116 Tabelle 50: 5PP5IF.CETH-00 - Technische Daten 116 Tabelle 51: 5PP5IF.CHDA-00 - Bestelldaten 117 Tabelle 52: 5PP5IF.CHDA-00 - Technische Daten 118 Tabelle 53: 5PP5IF.CHDA-00 - Technische Daten 118 Tabelle 54: MIC, Line IN, Line OUT 119 Tabelle 55: 5PP5IF.FPLM-00 - Bestelldaten 120 Tabelle 56: 5PP5IF.FPLM-00 - Technische Daten 120 Tabelle 57: POWERLINK Interface Board 2port Anschluss 121 Tabelle 58: Status/Error LED als Error LED - Betriebsmodus POWERLINK 121 Tabelle 60: Biosrelevante Tasten beim POST 133 Tabelle 61: Biosrelevante Tasten im BIOS Menü 133 Tabelle 62: US15W Main - Menü Einstellmöglichkeiten 135 Tabelle 63: US15W OEM Features - Menü Einstellmöglichkeiten 135		5PP581.1505-00 - Technische Daten	108
Tabelle 47: 5MMDDR.0512-01, 5MMDDR.1024-01, 5MMDDR.2048-01 - Bestelldaten 115 Tabelle 48: 5MMDDR.0512-01, 5MMDDR.1024-01, 5MMDDR.2048-01 - Technische Daten 115 Tabelle 49: 5PP5IF.CETH-00 - Bestelldaten 116 Tabelle 50: 5PP5IF.CETH-00 - Technische Daten 116 Tabelle 51: 5PP5IF.CHDA-00 - Bestelldaten 117 Tabelle 52: 5PP5IF.CHDA-00 - Technische Daten 118 Tabelle 53: 5PP5IF.CHDA-00 - Technische Daten 118 Tabelle 54: MIC, Line IN, Line OUT 119 Tabelle 55: 5PP5IF.FPLM-00 - Bestelldaten 120 Tabelle 56: 5PP5IF.FPLM-00 - Technische Daten 120 Tabelle 57: POWERLINK Interface Board 2port Anschluss 121 Tabelle 58: Status/Error LED als Error LED - Betriebsmodus POWERLINK 121 Tabelle 60: Biosrelevante Tasten beim POST 133 Tabelle 61: Biosrelevante Tasten im BIOS Menü 133 Tabelle 62: US15W Main - Menü Einstellmöglichkeiten 135 Tabelle 63: US15W OEM Features - Menü Einstellmöglichkeiten 135		5PP5CP.US15-00, 5PP5CP.US15-01, 5PP5CP.US15-02 - Bestelldaten	113
Tabelle 49: 5PP5IF.CETH-00 - Bestelldaten		5PP5CP.US15-00, 5PP5CP.US15-01, 5PP5CP.US15-02 - Technische Daten	114
Tabelle 49: 5PP5IF.CETH-00 - Bestelldaten		5MMDDR.0512-01, 5MMDDR.1024-01, 5MMDDR.2048-01 - Bestelldaten	115
Tabelle 49: 5PP5IF.CETH-00 - Bestelldaten		5MMDDR.0512-01, 5MMDDR.1024-01, 5MMDDR.2048-01 - Technische Daten	115
Tabelle 51: 5PP5IF.CETH-00 - Ethernet Anschluss			
Tabelle 52: 5PP5IF.CHDA-00 - Bestelldaten		5PP5IF.CETH-00 - Technische Daten	116
Tabelle 53: 5PP5IF.CHDA-00 - Technische Daten			
Tabelle 54: MIC, Line IN, Line OUT		5PP5IF.CHDA-00 - Bestelldaten	118
Tabelle 55: 5PP5IF.FPLM-00 - Bestelldaten			
Tabelle 56:5PP5IF.FPLM-00 - Technische Daten.120Tabelle 57:POWERLINK Interface Board 2port Anschluss.121Tabelle 58:Status/Error LED als Error LED - Betriebsmodus POWERLINK.121Tabelle 59:Status/Error LED als Status LED - Betriebsmodus POWERLINK.121Tabelle 60:Biosrelevante Tasten beim POST.133Tabelle 61:Biosrelevante Tasten im BIOS Menü133Tabelle 62:US15W Main - Menü Einstellmöglichkeiten.134Tabelle 63:US15W OEM Features - Menü Einstellmöglichkeiten.135		MIC, Line IN, Line OUT	119
Tabelle 56:5PP5IF.FPLM-00 - Technische Daten.120Tabelle 57:POWERLINK Interface Board 2port Anschluss.121Tabelle 58:Status/Error LED als Error LED - Betriebsmodus POWERLINK.121Tabelle 59:Status/Error LED als Status LED - Betriebsmodus POWERLINK.121Tabelle 60:Biosrelevante Tasten beim POST.133Tabelle 61:Biosrelevante Tasten im BIOS Menü133Tabelle 62:US15W Main - Menü Einstellmöglichkeiten.134Tabelle 63:US15W OEM Features - Menü Einstellmöglichkeiten.135			
Tabelle 60: Biosrelevante Tasten beim POST		5PP5IF.FPLM-00 - Technische Daten	120
Tabelle 60: Biosrelevante Tasten beim POST	Tabelle 57:	POWERLINK Interface Board 2port Anschluss	121
Tabelle 60: Biosrelevante Tasten beim POST		Status/Error LED als Error LED - Betriebsmodus POWERLINK	121
Tabelle 60: Biosrelevante Tasten beim POST		Status/Error LED als Status LED - Betriebsmodus POWERLINK	121
Tabelle 61: Biosrelevante Tasten im BIOS Menü 133 Tabelle 62: US15W Main - Menü Einstellmöglichkeiten 134 Tabelle 63: US15W OEM Features - Menü Einstellmöglichkeiten 135	Tabelle 60:	Biosrelevante Tasten beim POST	133
Tabelle 62: US15W Main - Menü Einstellmöglichkeiten	Tabelle 61:	Biosrelevante Tasten im BIOS Menü	133
Tabelle 63: US15W OEM Features - Menü Einstellmöglichkeiten	Tabelle 62:	US15W Main - Menü Einstellmöglichkeiten	134
Tabelle 64: US15W OEM Features - Baseboard Features Einstellmöglichkeiten		US15W OEM Features - Menü Einstellmöglichkeiten	135
Tabelle 65: US15W OEM Features - Baseboard Features - LPC Devices Einstellmöglichkeiten 138	Tabelle 64:	US15W OEM Features - Baseboard Features Einstellmöglichkeiten	136
	Tabelle 65:	US15W OEM Features - Baseboard Features - LPC Devices Einstellmöglichkeiten	138

Tabelle 66:	US15W OEM Features - Baseboard Features - Statistical Values Einstellmöglichkei-	
Tabelle 67:	US15W OEM Features - Baseboard Features - Temperature Values Einstellmöglichkeiten	139 i- 139
Tabelle 68:	US15W OEM Features - Baseboard Features - Baseboard Monitor Einstellmöglichkeiten	140
Tabelle 69:	US15W OEM Features - Display Features Einstellmöglichkeiten US15W OEM Features - Display Features - LPC Devices Einstellmöglichkeiten US15W OEM Features - Display Features - Statistical Values Einstellmöglichkeiten US15W OEM Features - Display Features - Temperature Values Einstellmöglichkeiten 14	141
Tabelle 70:	US15W OFM Features - Display Features - LPC Devices Finstellmöglichkeiten	142
Tabelle 71:	US15W OFM Features - Display Features - Statistical Values Finstellmöglichkeiten	143
Tabelle 72:	US15W OFM Features - Display Features - Temperature Values Finstellmödlichkeiten 14	44
Tabelle 73:	US15W OFM Features - IO Module Features Finstellmöglichkeiten	145
Tabelle 74:	US15W OEM Features - IO Module Features Einstellmöglichkeiten	46
Tabelle 75:	US15W OFM Features - IF Module Features Finstellmöglichkeiten	147
Tabelle 76:	US15W OEM Features - IF Module Features - Statistical Values Einstellmöglichkeiten. 14	48
Tabelle 77:	US15W OEM Features - RAM Features Einstellmöglichkeiten	149
Tabelle 78:	US15W Advanced - Menii Finstellmöglichkeiten	150
Tabelle 79:	US15W Advanced - RAM Configuration Einstellmöglichkeiten. US15W Advanced - Boot Configuration Einstellmöglichkeiten. US15W Advanced - Peripheral Configuration Einstellmöglichkeiten	152
Tabelle 80:	US15W Advanced - Boot Configuration Einstellmöglichkeiten	153
Tabelle 81:	US15W Advanced - Peripheral Configuration Einstellmöglichkeiten	154
Tabelle 82:	US15W Advanced - IDE Configuration Einstellmöglichkeiten	155
Tabelle 83:	US15W Advanced - IDE Configuration - Channel 1 Master Einstellmöglichkeiten	156
Tabelle 84:	US15W Advanced - IDE Configuration - Channel 1 Slave Einstellmöglichkeiten	157
Tabelle 85:	US15W Advanced - Video Configuration Einstellmöglichkeiten US15W Advanced - USB Configuration Einstellmöglichkeiten	158
Tabelle 86:	US15W Advanced - USB Configuration Einstellmöglichkeiten	159
Tabelle 87:	US15W Advanced - SDIO Configuration Einstellmöglichkeiten	161
Tabelle 88:	US15W Advanced - ACPL Table/Features Control Finetellmöglichkeiten	162
Tabelle 89:	US15W Advanced - PCI Express Root Port 1 Einstellmöglichkeiten	164
Tabelle 90:	US15W Advanced - PCI Express Root Port 2 Einstellmöglichkeiten	167
Tabelle 91:		
Tabelle 92:	US15W Power - Menü Einstellmöglichkeiten	171
Tabelle 93:	US15W Power - Advanced CPU Control Einstellmöglichkeiten	172
Tabelle 94:	US15W Power - Advanced CPU Control - Thermal Trip Points Settings Einstellmöglich	kei-
	US15W Power - Menü Einstellmöglichkeiten	175
Tabelle 95:	US15W Power - Platform Power Management Einstellmöglichkeiten	175
Tabelle 96:	US 15W BOOT - Menu Einsteilmodiichkeiten	1//
Tabelle 97:	US15W Boot - Legacy Einstellmöglichkeiten	1/9
Tabelle 98:	US15W Boot - Legacy - Boot Type Order Einstellmoglichkeiten	180
Tabelle 99:	US15W Boot - Legacy - Hard Disk Drive Einstellmöglichkeiten	180
Tabelle 100:	US15W Boot - Legacy - USB Einstellmöglichkeiten	181
Tabelle 101:	US/15W Boot - Legacy - Others Einstellmoglichkeiten	182
Tabelle 102:	US15W Exit - Menü Éinstellmöglichkeiten	103
Tabelle 103: Tabelle 104:	US15W - Main Profileinstellungsübersicht	100
	US15W - OEM Features Profileinstellungsübersicht	100
Tabelle 105: Tabelle 106:	US15W - Baseboard Features Profileinstellungsübersicht	100
Tabelle 100.	US15W - Display Features Profileinstellungsübersicht. US15W - IF Module Features Profileinstellungsübersicht	100
Tabelle 107:	US15W - DAM Features Profilainstallungsübersicht	187
Tabelle 100.	US15W - RAM Features Profileinstellungsübersicht. US15W - RAM Configuration Profileinstellungsübersicht. US15W - Boot Configuration Profileinstellungsübersicht.	107
Tabelle 110:	US15W - Root Configuration Profileinstellungsübersicht	187
Tabelle 111:	US15W - Parinheral Configuration Profileinstellungsübersicht	187
Tabelle 112:	US15W - Peripheral Configuration Profileinstellungsübersicht. US15W - IDE Configuration Profileinstellungsübersicht. US15W - Video Configuration Profileinstellungsübersicht.	188
Tabelle 113:	US15W - Video Configuration Profileinstellungsübersicht	188
Tabelle 114:	US15W - USB Configuration Profileinstellungsübersicht	188
Tabelle 115:	US15W - SDIO Configuration Profileinstellungsübersicht	188
Tabelle 116:	US15W - USB Configuration Profileinstellungsübersicht. US15W - SDIO Configuration Profileinstellungsübersicht US15W - ACPI Table/Features Control Profileinstellungsübersicht	188
Tabelle 117:	US15W - PCI Express Root Port 1 Profileinstellungsübersicht	189
Tabelle 118:	US15W - PCI Express Root Port 1 Profileinstellungsübersicht	189
Tabelle 119:	IIS15W - Power Profileinstellungsübersicht	100
Tabelle 120:	US15W - Advanced CPU Control Profileinstellungsübersicht	190
Tabelle 121:	US15W - Platform Power Management Profileinstellungsübersicht	190
Tabelle 122:	US15W - Advanced CPU Control Profileinstellungsübersicht. US15W - Platform Power Management Profileinstellungsübersicht. US15W - Boot Profileinstellungsübersicht.	190
Tabelle 123:	RAM-Adressbelegung	191
Tabelle 124:	I/O-Adressbelegung	191
Tabelle 125:	I/O-AdressbelegungIRQ Interrupt Zuweisungen PIC Mode	191
Tabelle 126:	IRQ Interrupt Zuweisungen APIC Mode	192

Tabellenverzeichnis

Tabelle 127:	5SWWXP.0600-ENG, 5SWWXP.0600-GER, 5SWWXP.0600-MUL - Bestelldaten	194
Tabelle 128:	5SWWI7.0100-ENG, 5SWWI7.0100-GER, 5SWWI7.0300-MUL - Bestelldaten	196
Tabelle 129:	5SWWXP.0736-ENG - Bestelldaten	198
Tabelle 130:	Gerätefunktionen unter Windows Embedded Standard 2009	199
Tabelle 131:	5SWWI7.0536-ENG, 5SWWI7.0736-MUL - Bestelldaten	201
Tabelle 132:	Gerätefunktionen unter Windows Embedded Standard 7	202
Tabelle 133:	1A4600.10-5, 1A4601.06-5, 1A4601.06-T - Bestelldaten	.205
Tabelle 134:	0AC201.91, 4A0006.00-000 - Bestelldaten	
Tabelle 135:	0AC201.91, 4A0006.00-000 - Technische Daten	207
Tabelle 136:	0TB103.9, 0TB103.91 - Bestelldaten	
Tabelle 137:	0TB103.9, 0TB103.91 - Technische Daten	208
Tabelle 138:	5CFCRD.0512-04, 5CFCRD.1024-04, 5CFCRD.2048-04, 5CFCRD.4096-04, 5CF-	
		212
Tabelle 139:	5CFCRD.0512-04, 5CFCRD.1024-04, 5CFCRD.2048-04, 5CFCRD.4096-04, 5CF-	
		213
Tabelle 140:	5CFCRD.0064-03, 5CFCRD.0128-03, 5CFCRD.0256-03, 5CFCRD.0512-03, 5CF-	_
	CRD.1024-03, 5CFCRD.2048-03, 5CFCRD.4096-03, 5CFCRD.8192-03 - Bestelldaten 2	217
Tabelle 141:	5CFCRD.0064-03, 5CFCRD.0128-03, 5CFCRD.0256-03, 5CFCRD.0512-03, 5CF-	_
	CRD.1024-03, 5CFCRD.2048-03, 5CFCRD.4096-03, 5CFCRD.8192-03 - Technische	
	ten	.218
Tabelle 142:	5MMUSB.2048-01 - Bestelldaten	
Tabelle 143:	5MMUSB.2048-01 - Technische Daten	
Tabelle 144:	5AC900.1201-00 - Bestelldaten	
Tabelle 145:	5AC900.1201-01 - Bestelldaten	
Tabelle 146:	5AC900.BLOC-00 - Bestelldaten	
Tabelle 147:	5AC900.BLOC-01 - Bestelldaten	
Tabelle 148:	5AC900.CLIP-01 - Bestelldaten	
Tabelle 149:	Bedeutung Batteriestatus	
Tabelle 150:	Technische Daten Touch Screen AMT 5-Draht	
Tabelle 151:	Chemische Beständigkeit der Dekorfolie	
Tabelle 152:	Produktabkürzungen	
Tabelle 153:	Gerätekompatibilitätsübersicht	
Tabelle 154:	Im Anwenderhandbuch verwendete Abkürzungen	250

0AC201.91	. 206
0TB103.9	208
0TB103.91	208
1A4600.10-5	205
1A4601.06-5	205
1A4601.06-T	
4A0006.00-000	
5AC900.1201-00	225
5AC900.1201-01	
5AC900.BLOC-00	
5AC900.BLOC-01	
5AC900.CLIP-01	228
5CFCRD.0064-03	
5CFCRD.0128-03	
5CFCRD.016G-04	
5CFCRD.0256-03	
5CFCRD.0512-03	217
5CFCRD.0512-04	
5CFCRD.1024-03	217
5CFCRD.1024-04	
5CFCRD.2048-03	
5CFCRD.2048-04	
5CFCRD.4096-03	
5CFCRD.4096-04	
5CFCRD.8192-03	
5CFCRD.8192-03	217
5MMDDR.0512-01	115
5MMDDR.1024-01	. 115
5MMDDR.2048-01	
5MMUSB.2048-01	
5PP520.0573-00	
5PP520.0702-005PP520.1043-00	60
5PP520.1214-00	
5PP520.1505-00	
5PP551.0573-00	
5PP552.0573-00	54
5PP580.1043-00	
5PP580.1505-00	. 101
5PP581.1043-00	
5PP581.1505-00	. 107
5PP582.1043-00	83
5PP5CP.US15-00	. 113
5PP5CP.US15-01	
5PP5CP.US15-02	. 113
5PP5IF.CETH-00	. 116
5PP5IF.CHDA-00	
5PP5IF.FPLM-00	. 120

ECIMUMIZ OAGO ENIC	400
5SWWI7.0100-ENG	190
5SWWI7.0100-GER	196
5SWWI7.0300-MUL	. 196
5SWWI7.0536-ENG	. 201
5SWWI7.0736-MUL	. 201
5SWWXP.0600-ENG	. 194
5SWWXP.0600-GER	. 194
5SWWXP.0600-MUL	. 194
5SWWXP.0736-ENG	. 198

Stichwortverzeichnis

A	PCI Express Root Port 1
Abkürzung	Peripheral Configuration 154
ACPI 191, 192	Platform Power Management
·	RAM Configuration 152
Allgemeintoleranz	RAM Features 149
Auftragsnummer	SDIO Configuration
Automation Runtime	Security
В	Temperature Values
B&R CompactFlash 212	USB Configuration
Backlight 129	Video Configuration 158
Backup BIOS	BIOS Defaulteinstellungen 18
Barcode	BIOS Setup
Batterie	BIOS Setup Tasten 133
Batteriestatusermittlung 36, 230	Blickwinkel238
Batteriewechsel	Boot Reihenfolge 17
Bemaßungsnorm 17	С
BIOS	
ACPI Table/Features Control 162	CF LED 4
Advanced	Chemische Beständigkeit 23
Baseboard Features	Clip 228
Baseboard Monitor	COM 33
Boot Configuration	CompactFlash
Boot Type Order 179	Benchmark210
Channel 1 Master	CompactFlash Karten 210
Display Features	_
Exit 183	D
Hard Disk Drive	Delegratio 22
IDE Configuration	Dekorfolie
IO Module Features	Displaylebensdauer 129
Legacy 178	Dynamic Wear Leveling 21
LPC Devices	_
Main	E
Others	Einbaukompatibilitäten23

Einbaulage 0°125	I	
45° 126	I/O-Adressbelegung	191
90°	Image Sticking	129
Einbrenneffekt	Interface Board	42
Entsorgung 16, 16	Interrupt- Zuweisung	191
Erdung		
ESD	K	
Elektrische Baugruppen mit Gehäuse. 13	Klemmblock	124, 226
Elektrische Baugruppen ohne Gehäuse	Konfiguration	
gerechte Handhabung	Grundsystem Software, Zubehör	
Verpackung	Konfiguration PP500	
Ethernet		
	L	
F	LED	41
fehlerhafte Bildpunkte130	Link LED	41
_	Luftfeuchtigkeitsangaben	27
F	М	
Front-USB 34		
G	MIC, Line IN, Line OUT	
	Mode / Node Schalter	
Geräteschnittstellen	Montage	123
Gesamtgerät	Montage mit Halteklammern	123
Н	Montage mit Klemmblöcken	124
	MTCX Upgrade	41
Halteklammer	Р	
Handbuchhistorie		
Hauptspeicher	Pixelfehler	
HDA 118	Power Fail Logik	
Hex-Wahl-Schalter40	Power LED	
	POWERLINK Link LED Speed LED	121

Stichwortverzeichnis

Status / Error LED 121	Static Wear Leveling 212
Power Taster 39	Status LEDs4
Produktabkürzungen239	Т
R	Temperaturangaben
RAM-Adressbelegung 191	Temperatursensorpositionen
Reinigung 229	Temperaturüberwachung 27, 233
Relative Luftfeuchtigkeit 27	Touchkalibrierung128
Reset Taster	U
Ressourcenaufteilung I/O-Adressbelegung191	Umgebungstemperatur 126, 127
Revision	USB
Richtlinien	USB Memory Stick 222
Run LED 41	V
S	-
Schnittstellen30	Verwendung von ARwin 172
SD Memory Card Slot	W
SD Memory Karte	WES2009199
Serialnummernaufkleber	WES7
Serielle Schnittstelle	Windows 7 196
Servicefunktion	Windows Embedded Standard 2009 198
Sicherheitshinweise	Windows Embedded Standard 7 20
Bestimmungsgemäße Verwendung 13	Windows XP Professional
Betrieb	Z
gen	Zubehör206
Spannungsversorgung 31	
Spannungsversorgungsstecker 208	